세계 반도체·디스플레이 공급망 생산·장비 이력

소재·전자부품·기판·전공정 장비·서브시스템·디스플레이·후공정의 공개 근거를 연결한 연구 데이터. 숫자의 단위와 모집단, 과거 공개 시점을 함께 읽는 자료입니다.

기준일2026-10-17 | 기존 v2 전체 보존 | 오프라인 검색·원문 추적

3,865	2,202	156	738
전체 근거 기록	이번 공급망 추가 기록	기업·역사적 그룹·산업 합계	고유 원문 URL

기록 수는 표의 행 수입니다. 같은 기간의 다른 제품, 원문 버전, 전망, 기술 이정표를 포함합니다. 전체 행을 더한 값은 세계 생산량이나 장비 보유 대수가 아닙니다. 새 자료의 모든 관측값은 본문의 회사·지표·범위별 표에 한 번씩 수록했습니다.

측정 정의와 비교 규칙

실제 생산·투입·출하
공장에서 실제 생산한 물량, 공정에 투입한 물량, 판매·출하한 물량은 서로 다른 사건이다. 웨이퍼 투입과 완성 패널 출하, 패키징과 테스트 개수를 구분한다.

생산능력·최대 관측월
설계/설치 생산능력과 실제 생산량을 구분한다. LG Display의 연중 최대 월간 투입은 관측된 최대치이며 설계능력이나 완성 패널 장수가 아니다.

장비 대수·챔버·플랫폼
시스템·챔버·모듈·통합 플랫폼의 단위를 유지한다. 누적 설치기반, 보유, 당기 출하, 수주, 고객 인수, 매출 인식은 합산하거나 동일 계열로 연결하지 않는다.

금액과 실물
생산금액·생산비용·매출·CAPEX·R&D는 금액이다. 매출을 평균가격으로 나누거나 생산금액을 장비 대수로 바꾸지 않았다. 회사 전체와 특정 부문을 중복 합산하지 않는다.

네이티브 단위·모집단
톤·리터·면적·개·장·천 개·만 장·통화 단위를 원문대로 보존한다. 동일 명칭도 제품·공정·지름·가동시간·모회사/연결 범위가 다르면 직접 비교하지 않는다.

전망·가용일·빈값
실적과 계획/전망, 샘플/인증/양산을 구분한다. 과거시점 모델은 검증된 원문 공개일 이후 자료만 사용한다. 공개일 미확인 또는 미공시 수치는0으로 대체하지 않는다.

확장 범위

분야	추가 기록	회사	공식 지표의 성격
화학소재·포토마스크·가스·공정 소모재	280	18	매출·투자·생산금액 등 218 · 물량 기준 생산능력 27 · 실제 생산 물량 10 · 가동률 14 · 장비·챔버 설치·출하·수주 3 · 기술·비중·성장률·기타 8

분야	추가 기록	회사	공식 지표의 성격
MLCC·수동부품·패키지 기판·PCB	432	11	물량 기준 생산능력 131 · 실제 생산 물량 130 · 가동률 63 · 물량 출하·판매 6 · 매출·투자·생산금액 등 87 · 기술·비중·성장률·기타 15
전공정·계측·검사 장비	250	12	매출·투자·생산금액 등 234 · 장비·챔버 설치·출하·수주 15 · 기술·비중·성장률·기타 1
장비 부품·진공·전원·프로브·소켓	244	20	매출·투자·생산금액 등 194 · 기술·비중·성장률·기타 19 · 물량 기준 생산능력 5 · 물량 출하·판매 5 · 가동률 10 · 장비·챔버 설치·출하·수주 3 · 실제 생산 물량 8
LCD·OLED·유리·Nikon·Canon 장비	621	16	실제 투입 물량·최대 관측월 169 · 물량 출하·판매 130 · 매출·투자·생산금액 등 95 · 기술·비중·성장률·기타 13 · 실제 생산 물량 23 · 물량 재고 21 · 물량 기준 생산능력 4 · 장비·챔버 설치·출하·수주 166
조립·패키징·테스트·후공정 장비	375	11	실제 생산 물량 91 · 물량 출하·판매 63 · 물량 재고 62 · 매출·투자·생산금액 등 116 · 물량 기준 생산능력 28 · 기술·비중·성장률·기타 5 · 장비·챔버 설치·출하·수주 10

회사 수는 분야 간 중복될 수 있습니다. 원문 공개일이 검증되지 않은 신규 기록 805개는 시점 학습에서 별도로 제외하거나 공개일을 추가 확인해야 합니다.

SUPPLY CHAIN · MATERIALS

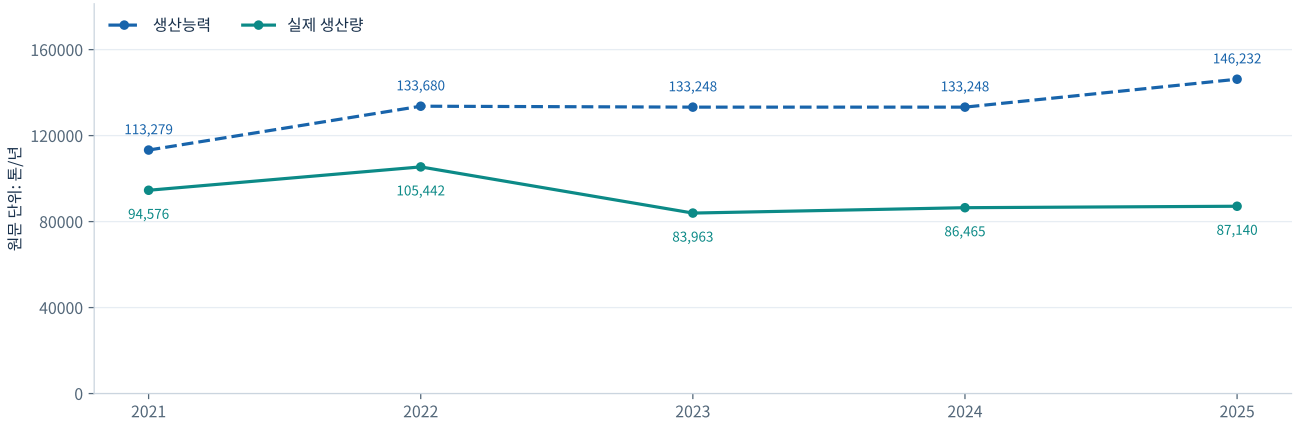
화학소재·포토마스크·가스·공정 소모재

280개 기록 · 18개 회사 · 2015-announced / 2016부터 원문 기준의 개별 기간

소재는화학약품·포토레지스트·CMP·필터·패턴마스크·마스크블랭크·전자용가스를분리한다. 금액은물량의대체지표가아니다. 솔브레인공주HF외혼합최종제품의2021–2025톤실생산/능력과국내디스플레이Chemical2022–2025톤물량을직접저장했다.2021디스플레이는2023공시의파주범위이며당초공주/파주합계와달라범위단절주의. ENF/동진은국내혼합제품공장가동률로고객fab가동률이나EUV레지스트단독물량이 아니다. Photronics IC/FPD매출은마스크장수·면적이아니다. Entegris연결이력은ATMI/CMC인수·사업매각영향을포함하고2025재편부문 매출은내부거래제거전이다. TOK2017일본9개월/해외12개월과2023장비사업양도는비교단절점이다. JSR Digital Solutions,Fujifilm Electronics는반도체와디스플레이등의혼합부문이다. AirLiquide2016–2025전자사업매출과계약프로젝트가스능력을분리했다.Nm3/h·Nm3/년·ton/day·ton/year는운전시간·분자량·기준상태없이환산하지않는다. 일본4플랜트15억Nm3/년계획은질소와기타가스 합계이고대만20억Nm3/년상한은질소이다. Linde탕정기존ASU4기와신규>2000톤/일질소계획을분리했고평택여덟번째ASU계획은신규1기 일뿐세계보유8기가아니다. INOX Manali1700톤/년N2O는가동설비능력으로실생산량이아니다. 독일MerckKGaA와미국Merck&Co는별개 회사이다. DNP/Photronics/Tekscend패턴마스크와AGC/HOYA상류블랭크를분리한다. 과거목표시점의계획을후속완료검증없이실적으로 바꾸지않았다. SKSpecialty2023–2025NF3/WF6/SiH4능력은공시인용기사를확인했으나1차표미대조로2차추정분류한다.

소재 | 솔브레인 반도체 화학소재 생산

공주 국내 사업장 · 반도체 최종제품 HF 등 · 원문 물량 단위 유지



HF 등 혼합 제품군의 물량이며 순수 HF 물량 또는 웨이퍼 생산량으로 해석할 수 없습니다.
디스플레이 소재는 2021년 공시 범위가 달라 제외했습니다. 관측되지 않은 연도는 채우지 않습니다.
출처: MAT031, MAT032, MAT066 | 확인기준 2026-10-17 · 최신 확인 공시 선택

대표 계열의 추세를 보여주는 차트입니다. 표시되지 않은 제품·회사·정의는 아래 전체 관측 표에서 확인합니다. 원단위와 비교 범위를 유지하며 분야 전체 합계로 해석하지 않습니다.

AGC AGC

발표한 생산능력 증가율 announced_capacity_growth

제품·기술 EUVL photomask blanks · **범위** AGC_group_EUVL_mask_blank_capacity_project · **단위** percent_vs_2023_announced_current_capacity · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE001929	**약 30** approximately	MAT063 2023-04-27	Openingprojectparagraph 2023-04현재대비2025약30%증설계획.후속완료검증미확보로계획유지.

소재 기술 이정표 materials_technology_milestone

제품·기술 EUVL mask blanks · **범위** AGC_Electronics_mask_blanks · **단위** milestone · **기간** milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE001928	**production began** equal	MAT062 2020-07-27	Productionbegan2017paragraph 회고실제생산개시연도.장수/능력크기미제공.

Air Liquide AIR_LIQUIDE

발표한 가스 생산능력 announced_gas_production_capacity

제품·기술 High-purity nitrogen · **범위** BOE_Chongqing_Mianyang_new_facilities · **단위** Nm3/hour · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021-planned SCE001904	**75,000** equal	MAT050 2021-02-04	Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계.

발표한 가스 생산능력 announced_gas_production_capacity

제품·기술 Nitrogen and other high-purity gases · **범위** Japan_four_electronics_gas_plants · **단위** Nm3/year · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022-announced SCE001905	**> 1,500,000,000** greater_than	MAT051 2022-03-18	Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계.

발표한 가스 생산능력 announced_gas_production_capacity

제품·기술 Ultra-pure nitrogen · **범위** China_Japan_Singapore_2017_new_contracts · **단위** Nm3/hour · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017-contracts_announced_2018 SCE001902	**170,000** equal	MAT049 2018-01-09	Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계.

발표한 가스 생산능력 announced_gas_production_capacity

제품·기술 Ultra-pure nitrogen · **범위** Japan_Singapore_Taiwan_2015_new_contracts · **단위** Nm3/hour · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015-announced SCE001900	**> 100,000** greater_than	MAT048 2015-09-29	Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계.

발표한 가스 생산능력 announced_gas_production_capacity

제품·기술 Ultra-pure nitrogen · **범위** Taiwan_three_new_semiconductor_plants · **단위** Nm3/year · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-onward_planned SCE001907	**≤ 2,000,000,000** less_than_or_equal	MAT052 2022-10-19	Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계.

발표한 프로젝트 투자 announced_project_capital_investment

제품·기술 Nitrogen and other high-purity gases · **범위** Japan_four_electronics_gas_plants · **단위** million_EUR · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022-announced SCE001906	**> 300** greater_than	MAT051 2022-03-18	Project investment paragraph 다년프로젝트발표금액으로연간집행CAPEX아님.기존투자와중복합산금지.

발표한 프로젝트 투자 announced_project_capital_investment

제품·기술 Ultra-pure nitrogen · **범위** China_Japan_Singapore_2017_new_contracts · **단위** million_EUR · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017-contracts_announced_2018 SCE001903	**> 150** greater_than	MAT049 2018-01-09	Project investment paragraph 다년프로젝트발표금액으로연간집행CAPEX아님.기존투자와중복합산금지.

발표한 프로젝트 투자 announced_project_capital_investment

제품·기술 Ultra-pure nitrogen · **범위** Japan_Singapore_Taiwan_2015_new_contracts · **단위** million_EUR · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015-announced SCE001901	**> 100** greater_than	MAT048 2015-09-29	Project investment paragraph 다년프로젝트발표금액으로연간집행CAPEX아님.기존투자와중복합산금지.

발표한 프로젝트 투자 announced_project_capital_investment

제품·기술 Ultra-pure nitrogen · **범위** Taiwan_three_new_semiconductor_plants · **단위** million_EUR · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-onward_planned SCE001908	**약 500** approximately	MAT052 2022-10-19	Project investment paragraph 다년프로젝트발표금액으로연간집행CAPEX아님.기존투자와중복합산금지.

운전 개시 캐리어가스 유닛 carrier_gas_units_started

제품·기술 Electronics carrier gases · **범위** new_production_unit_startups_during_2025 · **단위** production_units · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE001898	**7** equal	MAT046 2026-02-20	Activity report,start-ups and ramp-ups,Electronics 연중신규가동유닛이며기존설비총량·ASU전체보유대수가아니다.

전자사업 매출 electronics_business_revenue

제품·기술 Electronics business line · **범위** global_electronics_business_including_equipment_installation · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE001889	**1,618** equal	MAT042 공개일 미확인	PDF p47 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.
2017 SCE001890	**1,644** equal	MAT042 공개일 미확인	PDF p47 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.
2018 SCE001891	**1,755** equal	MAT043 2020-02-11	PDF p9 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.
2019 SCE001892	**1,964** equal	MAT043 2020-02-11	PDF p9 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.
2020 SCE001893	**2,001** equal	MAT044 2022-02-16	PDF p10 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.
2021 SCE001894	**2,096** equal	MAT044 2022-02-16	PDF p10 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE001899	**2,558** equal	MAT047 2023-07-21	Electronics business description 명목매출이며가스생산량아님.장비/설치포함.
2023 SCE001895	**2,483** equal	MAT045 2025-02-21	PDF p11 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.
2024 SCE001896	**2,510** equal	MAT045 2025-02-21	PDF p11 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.
2025 SCE001897	**2,465** equal	MAT046 2026-02-20	PDF p11 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량 아니며장비/설치매출포함.

Dai Nippon Printing DNP

소재 기술 이정표 materials_technology_milestone

제품·기술 3nm EUV photomask process · **범위** DNP_semiconductor_photomask_technology · **단위** milestone · **기간** milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023-12-12 SCE001926	**manufacturing process developed** equal	MAT060 2023-12-12	Background/Summary 개발/장비도입이정표.양산개시/연간출하장수로사용금지.

소재 기술 이정표 materials_technology_milestone

제품·기술 5nm EUV photomask process · **범위** DNP_semiconductor_photomask_technology · **단위** milestone · **기간** milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE001925	**manufacturing process developed** equal	MAT060 2023-12-12	Background/Summary 개발/장비도입이정표.양산개시/연간출하장수로사용금지.

소재 기술 이정표 materials_technology_milestone

제품·기술 Multi-beam mask writing · **범위** DNP_semiconductor_photomask_technology · **단위** milestone · **기간** milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE001924	**MBMW introduced** equal	MAT060 2023-12-12	Background/Summary 개발/장비도입이정표.양산개시/연간출하장수로사용금지.

Dongjin Semichem DONGJIN_SEMICHEM

가동률 production_utilization

제품·기술 Display electronic materials · **범위** Balan_Incheon_domestic · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001857	**30.9** equal	MAT035 2024-03-14	II.3 plant utilization 국내 사업장 가동율. 단일photoresist 또는세계공장전체가동률 아님.
2024 SCE001888	**34.6** equal	MAT041 2025-03-19	II.3 Business division plant utilization table 원문국내사업장가동율. 단일photoresist또는세계공장가동률아님.
2025 SCE001861	**39.3** equal	MAT036 2026-03-19	II.3 plant utilization 국내 사업장 가동율. 단일photoresist 또는세계공장전체가동률 아님.

가동률 production_utilization

제품·기술 Semiconductor electronic materials · **범위** Balan_domestic · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001856	**77.8** equal	MAT035 2024-03-14	II.3 plant utilization 국내 사업장 가동율. 단일photoresist 또는세계공장전체가동률 아님.
2024 SCE001887	**87.3** equal	MAT041 2025-03-19	II.3 Business division plant utilization table 원문국내사업장가동율. 단일photoresist또는세계공장가동률아님.
2025 SCE001860	**97.3** equal	MAT036 2026-03-19	II.3 plant utilization 국내 사업장 가동율. 단일photoresist 또는세계공장전체가동률 아님.

용도별 전자재료 매출 electronic_materials_end_market_revenue

제품·기술 Display electronic materials · **범위** reported_end_market_sales_continuing_operations_scope · **단위** million_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE001863	**308,920** equal	MAT036 2026-03-19	II.2 products sales table 반도체/디스플레이용도별 전자재료 매출.2023 당초범위와2025 중단영업제외범위가 달라 단순성장률계산 금지. 물량아님.

용도별 전자재료 매출 electronic_materials_end_market_revenue

제품·기술 Display electronic materials · **범위** reported_end_market_sales_pre_disposal_scope · **단위** million_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001859	**552,927** equal	MAT035 2024-03-14	II.2 products sales table 반도체/디스플레이용도별 전자재료 매출.2023 당초범위와2025 중단영업제외범위가 달라 단순성장률계산 금지. 물량아님.

용도별 전자재료 매출 electronic_materials_end_market_revenue

제품·기술 Semiconductor electronic materials · **범위** reported_end_market_sales_continuing_operations_scope · **단위** million_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE001862	**784,559** equal	MAT036 2026-03-19	II.2 products sales table 반도체/디스플레이용도별 전자재료 매출.2023 당초범위와2025 중단영업제외범위가 달라 단순성장률계산 금지. 물량아님.

용도별 전자재료 매출 electronic_materials_end_market_revenue

제품·기술 Semiconductor electronic materials · **범위** reported_end_market_sales_pre_disposal_scope · **단위** million_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001858	**610,214** equal	MAT035 2024-03-14	II.2 products sales table 반도체/디스플레이용도별 전자재료 매출.2023 당초범위와2025 중단영업제외범위가 달라 단순성장률계산 금지. 물량아님.

DuPont DUPONT

현장 생산능력 변화 site_capacity_change_qualitative

제품·기술 Photoresists · **범위** Sasakami_East_Star_completed_expansion · **단위** qualitative_ratio · **기간** milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-10-03 SCE001923	**nearly doubled** approximately	MAT059 2024-10-04	EastStaropeningparagraph nearlydoubled를정확2배/특정리터·톤으로강제변환금지.행사10월3일 발표10월4일.

ENF Technology ENF_TECHNOLOGY

가동률 production_utilization

제품·기술 Fine chemicals · **범위** Ulsan_domestic · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001855	**47.0** equal	MAT034 2024-03-18	II.3 production capacity/results/utilization
2024 SCE001853	**68.0** equal	MAT033 2025-03-17	II.3 production capacity/results/utilization

공통 비고 반도체·디스플레이 전자재료 포함. 능력은 일24시간×월24일×연12개월 기준이나 배치 생산·신제품평가용여유능력을 설명. 고객fab가동률로 해석 금지.

가동률 production_utilization

제품·기술 Process chemicals · **범위** Ulsan_Asan_Cheonan_domestic · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001854	**36.6** equal	MAT034 2024-03-18	II.3 production capacity/results/utilization
2024 SCE001852	**46.2** equal	MAT033 2025-03-17	II.3 production capacity/results/utilization

공통 비고 반도체·디스플레이 전자재료 포함. 능력은 일24시간×월24일×연12개월 기준이나 배치 생산·신제품평가용여유능력을 설명. 고객fab가동률로 해석 금지.

Entegris ENTEGRIS

PPE 취득 현금지출 cash_payments_for_property_plant_equipment

제품·기술 All consolidated advanced materials/process solutions · **범위** consolidated_company · **단위** USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2010 SCE001728 종료 2010-12-31	**16,794,000** equal	MAT015 2013-02-22	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2010-01-01, end=2010-12-31; USD; accession=0001193125-13-071771
FY2011 SCE001729 종료 2011-12-31	**30,267,000** equal	MAT016 2014-02-20	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2011-01-01, end=2011-12-31; USD; accession=0001101302-14-000002
FY2012 SCE001730 종료 2012-12-31	**49,929,000** equal	MAT017 2015-02-26	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2012-01-01, end=2012-12-31; USD; accession=0001101302-15-000002
FY2013 SCE001731 종료 2013-12-31	**60,360,000** equal	MAT018 2016-02-29	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2013-01-01, end=2013-12-31; USD; accession=0001101302-16-000012
FY2014 SCE001732 종료 2014-12-31	**57,733,000** equal	MAT019 2017-02-17	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2014-01-01, end=2014-12-31; USD; accession=0001101302-17-000005
FY2015 SCE001733 종료 2015-12-31	**71,977,000** equal	MAT020 2018-02-15	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2015-01-01, end=2015-12-31; USD; accession=0001101302-18-000008
FY2016 SCE001734 종료 2016-12-31	**65,260,000** equal	MAT021 2019-02-11	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2016-01-01, end=2016-12-31; USD; accession=0001101302-19-000010
FY2017 SCE001735 종료 2017-12-31	**93,597,000** equal	MAT022 2020-02-07	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2017-01-01, end=2017-12-31; USD; accession=0001101302-20-000013
FY2018 SCE001736 종료 2018-12-31	**110,153,000** equal	MAT023 2021-02-05	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2018-01-01, end=2018-12-31; USD; accession=0001101302-21-000011
FY2019 SCE001737 종료 2019-12-31	**112,355,000** equal	MAT024 2022-02-04	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2019-01-01, end=2019-12-31; USD; accession=0001101302-22-000010

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020 SCE001738 종료 2020-12-31	**131,752,000** equal	MAT025 2023-02-23	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2020-01-01, end=2020-12-31; USD; accession=0001101302-23-000021
FY2021 SCE001739 종료 2021-12-31	**210,626,000** equal	MAT026 2024-02-15	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2021-01-01, end=2021-12-31; USD; accession=0001101302-24-000009
FY2022 SCE001740 종료 2022-12-31	**466,192,000** equal	MAT027 2025-02-12	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2022-01-01, end=2022-12-31; USD; accession=0001101302-25-000015
FY2023 SCE001741 종료 2023-12-31	**456,800,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2023-01-01, end=2023-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012
FY2024 SCE001742 종료 2024-12-31	**315,600,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2024-01-01, end=2024-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012
FY2025 SCE001743 종료 2025-12-31	**299,200,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2025-01-01, end=2025-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012

공통 비고 공시 기준 연결 회사 전체. 소재 이외 매출도 포함될 수 있고 물리적 출하량이 아니다. 기간별 최신 확인 10-K 재공시 수치를 선택하여 당초 발표값과 반올림/재표시 차이가 가능하다. 2014년 ATMI,2022년 CMC Materials 인수 및 사업매각·재편의 비교범위 영향을 고려해야 한다. PPE 취득 현금 유출의 양(+)의 크기이며 기업인수 현금지출이 아니다.

보고 부문 매출 segment_net_sales

제품·기술 Advanced Purity Solutions · **범위** reportable_segment_including_intersegment · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001829	**1,846.6** equal	MAT028 2026-02-11	MD&A Segment Analysis table,2025 structure
2024 SCE001830	**1,850.2** equal	MAT028 2026-02-11	MD&A Segment Analysis table,2025 structure
2025 SCE001831	**1,799.1** equal	MAT028 2026-02-11	MD&A Segment Analysis table,2025 structure

공통 비고 2025 재편 기준2023/24 재표시. 부문간 매출 제거 전 금액으로 부문합과 연결 매출이 다르며 CMP 단독 매출이 아니다.

보고 부문 매출 segment_net_sales

제품·기술 Materials Solutions · **범위** reportable_segment_including_intersegment · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001826	**1,689.5** equal	MAT028 2026-02-11	MD&A Segment Analysis table,2025 structure
2024 SCE001827	**1,400.1** equal	MAT028 2026-02-11	MD&A Segment Analysis table,2025 structure
2025 SCE001828	**1,406.7** equal	MAT028 2026-02-11	MD&A Segment Analysis table,2025 structure

공통 비고 2025 재편 기준2023/24 재표시. 부문간 매출 제거 전 금액으로 부문합과 연결 매출이 다르며 CMP 단독 매출이 아니다.

연결 매출 net_sales

제품·기술 All consolidated advanced materials/process solutions · **범위** consolidated_company · **단위** USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2010 SCE001712 종료 2010-12-31	**688,416,000** equal	MAT015 2013-02-22	us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2010-01-01, end=2010-12-31; USD; accession=0001193125-13-071771
FY2011 SCE001713 종료 2011-12-31	**749,259,000** equal	MAT016 2014-02-20	us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2011-01-01, end=2011-12-31; USD; accession=0001101302-14-000002
FY2012 SCE001714 종료 2012-12-31	**715,903,000** equal	MAT017 2015-02-26	us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2012-01-01, end=2012-12-31; USD; accession=0001101302-15-000002
FY2013 SCE001715 종료 2013-12-31	**693,459,000** equal	MAT018 2016-02-29	us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2013-01-01, end=2013-12-31; USD; accession=0001101302-16-000012
FY2014 SCE001716 종료 2014-12-31	**962,069,000** equal	MAT019 2017-02-17	us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2014-01-01, end=2014-12-31; USD; accession=0001101302-17-000005
FY2015 SCE001717 종료 2015-12-31	**1,081,121,000** equal	MAT020 2018-02-15	us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2015-01-01, end=2015-12-31; USD; accession=0001101302-18-000008
FY2016 SCE001718 종료 2016-12-31	**1,175,270,000** equal	MAT021 2019-02-11	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2016-01-01, end=2016-12-31; USD; accession=0001101302-19-000010
FY2017 SCE001719 종료 2017-12-31	**1,342,532,000** equal	MAT022 2020-02-07	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2017-01-01, end=2017-12-31; USD; accession=0001101302-20-000013
FY2018 SCE001720 종료 2018-12-31	**1,550,497,000** equal	MAT023 2021-02-05	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2018-01-01, end=2018-12-31; USD; accession=0001101302-21-000011
FY2019 SCE001721 종료 2019-12-31	**1,591,066,000** equal	MAT024 2022-02-04	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2019-01-01, end=2019-12-31; USD; accession=0001101302-22-000010
FY2020 SCE001722 종료 2020-12-31	**1,859,313,000** equal	MAT025 2023-02-23	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2020-01-01, end=2020-12-31; USD; accession=0001101302-23-000021
FY2021 SCE001723 종료 2021-12-31	**2,298,893,000** equal	MAT026 2024-02-15	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2021-01-01, end=2021-12-31; USD; accession=0001101302-24-000009
FY2022 SCE001724 종료 2022-12-31	**3,282,033,000** equal	MAT027 2025-02-12	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2022-01-01, end=2022-12-31; USD; accession=0001101302-25-000015

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE001725 종료 2023-12-31	**3,523,900,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2023-01-01, end=2023-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012
FY2024 SCE001726 종료 2024-12-31	**3,241,200,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2024-01-01, end=2024-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012
FY2025 SCE001727 종료 2025-12-31	**3,196,600,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2025-01-01, end=2025-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012

공통 비고 공시 기준 연결 회사 전체. 소재 이외 매출도 포함될 수 있고 물리적 출하량이 아니다. 기간별 최신 확인 10-K 재공시 수치를 선택하여 당초 발표값과 반올림/재표시 차이가 가능하다. 2014년 ATMI,2022년 CMC Materials 인수 및 사업매각·재편의 비교범위 영향을 고려해야 한다.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 All consolidated advanced materials/process solutions · **범위** consolidated_company · **단위** USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2010 SCE001744 종료 2010-12-31	**43,934,000** equal	MAT015 2013-02-22	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2010-01-01, end=2010-12-31; USD; accession=0001193125-13-071771
FY2011 SCE001745 종료 2011-12-31	**47,980,000** equal	MAT016 2014-02-20	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2011-01-01, end=2011-12-31; USD; accession=0001101302-14-000002
FY2012 SCE001746 종료 2012-12-31	**50,940,000** equal	MAT017 2015-02-26	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2012-01-01, end=2012-12-31; USD; accession=0001101302-15-000002
FY2013 SCE001747 종료 2013-12-31	**55,320,000** equal	MAT018 2016-02-29	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2013-01-01, end=2013-12-31; USD; accession=0001101302-16-000012
FY2014 SCE001748 종료 2014-12-31	**87,711,000** equal	MAT019 2017-02-17	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2014-01-01, end=2014-12-31; USD; accession=0001101302-17-000005
FY2015 SCE001749 종료 2015-12-31	**105,900,000** equal	MAT020 2018-02-15	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2015-01-01, end=2015-12-31; USD; accession=0001101302-18-000008
FY2016 SCE001750 종료 2016-12-31	**106,991,000** equal	MAT021 2019-02-11	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2016-01-01, end=2016-12-31; USD; accession=0001101302-19-000010
FY2017 SCE001751 종료 2017-12-31	**106,951,000** equal	MAT022 2020-02-07	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2017-01-01, end=2017-12-31; USD; accession=0001101302-20-000013
FY2018 SCE001752 종료 2018-12-31	**118,456,000** equal	MAT023 2021-02-05	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2018-01-01, end=2018-12-31; USD; accession=0001101302-21-000011
FY2019 SCE001753 종료 2019-12-31	**121,140,000** equal	MAT024 2022-02-04	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2019-01-01, end=2019-12-31; USD; accession=0001101302-22-000010

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020 SCE001754 종료 2020-12-31	**136,057,000** equal	MAT025 2023-02-23	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2020-01-01, end=2020-12-31; USD; accession=0001101302-23-000021
FY2021 SCE001755 종료 2021-12-31	**167,632,000** equal	MAT026 2024-02-15	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2021-01-01, end=2021-12-31; USD; accession=0001101302-24-000009
FY2022 SCE001756 종료 2022-12-31	**228,994,000** equal	MAT027 2025-02-12	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2022-01-01, end=2022-12-31; USD; accession=0001101302-25-000015
FY2023 SCE001757 종료 2023-12-31	**277,300,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2023-01-01, end=2023-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012
FY2024 SCE001758 종료 2024-12-31	**316,100,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2024-01-01, end=2024-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012
FY2025 SCE001759 종료 2025-12-31	**329,000,000** equal	MAT028 2026-02-11	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2025-01-01, end=2025-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012

공통 비고 공시 기준 연결 회사 전체. 소재 이외 매출도 포함될 수 있고 물리적 출하량이 아니다. 기간별 최신 확인 10-K 재공시 수치를 선택하여 당초 발표값과 반올림/재표시 차이가 가능하다. 2014년 ATMI,2022년 CMC Materials 인수 및 사업매각·재편의 비교범위 영향을 고려해야 한다. 비용 인식 R&D이며 현금 CAPEX와 구별한다.

FUJIFILM Holdings FUJIFILM

발표한 생산능력 증가율 announced_capacity_growth

제품·기술 Post-CMP cleaners · **범위** Oita_new_building_2024_announced_project · **단위** percent_vs_pre_project · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026-spring_planned SCE001920	**약 40** approximately	MAT058 2024-09-30	Oita capacity paragraph 발표시기존Oita능력대비약40%증가계획.회사전체능력/실제완료값아님.

발표한 프로젝트 투자 announced_project_capital_investment

제품·기술 Advanced photoresists/Wave Control Mosaic · **범위** Shizuoka_new_building_2024_project · **단위** billion_JPY · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-announced SCE001921	**약 13** approximately	MAT058 2024-09-30	Capital investment overview 약20십억엔프로젝트구성13+7.연간CAPEX아니며총액과중복합산금지.

발표한 프로젝트 투자 announced_project_capital_investment

제품·기술 Post-CMP cleaners · **범위** Oita_new_building_2024_project · **단위** billion_JPY · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-announced SCE001922	**약 7** approximately	MAT058 2024-09-30	Capital investment overview 약20십억엔프로젝트구성13+7.연간CAPEX아니며총액과중복합산금지.

부문 감가상각비 segment_depreciation_amortization

제품·기술 Electronics segment · **범위** electronics_segment_reclassified_2026_report · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE001881 종료 2025-03-31	**28,704** equal	MAT038 2026-05-12	printed p22/PDF p25 D&A
FY2025 SCE001882 종료 2026-03-31	**30,677** equal	MAT038 2026-05-12	printed p22/PDF p25 D&A

공통 비고 회계연도4월~다음해3월. 시약사업Electronics→Healthcare이관으로전년도재표시. 반도체소재단독지표아님.

부문 설비투자 segment_capital_expenditure

제품·기술 Electronics segment · **범위** electronics_segment_reclassified_2026_report · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE001879 종료 2025-03-31	**40,284** equal	MAT038 2026-05-12	printed p22/PDF p25 capital expenditures
FY2025 SCE001880 종료 2026-03-31	**38,533** equal	MAT038 2026-05-12	printed p22/PDF p25 capital expenditures

공통 비고 회계연도4월~다음해3월. 시약사업Electronics→Healthcare이관으로전년도재표시. 반도체소재단독지표아님.

전자 부문 매출 electronics_segment_revenue

제품·기술 Electronics segment · **범위** electronics_segment_reclassified_2026_report · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE001877 종료 2025-03-31	**407,607** equal	MAT038 2026-05-12	printed p20 revenue by segment
FY2025 SCE001878 종료 2026-03-31	**456,157** equal	MAT038 2026-05-12	printed p20 revenue by segment

공통 비고 회계연도4월~다음해3월. 시약사업Electronics→Healthcare이관으로전년도재표시. 반도체소재단독지표아님.

HOYA Corporation HOYA

현장 생산능력 변화 site_capacity_change_qualitative

제품·기술 EUV mask blanks · **범위** Singapore_EUV_mask_blank_plant · **단위** milestone · **기간** milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023-beginning SCE001930	**production capacity expanded** equal	MAT064 공개일 미확인	ITbusiness/EUVmasks 증설완료서술이나절대장수·증가율없음.임의수량/비율금지.

INOX Air Products INOX_AIR_PRODUCTS

가동 설비 생산능력 commissioned_gas_production_capacity

제품·기술 6N electronic grade nitrous oxide (N2O) · **범위** Manali_Chennai_new_N2O_plant · **단위** tonnes/year · **기간** snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-01-17 SCE001913	**1,700** equal	MAT055 2025-01-17	Opening paragraph,1700TPA 가동설비능력이며2025실제생산1700톤이아님.반도체·태양광·전자용 공동대상.

JSR Corporation JSR

디지털 솔루션 매출 digital_solutions_revenue

제품·기술 Digital Solutions · **범위** semiconductor_display_edge_computing_segment · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019 SCE001864 종료 2020-03-31	**144.8** equal	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 revenue chart FY는4월~다음해3월.0.1십억엔 도표반올림값. 반도체소재단독매출아님. FY2023전망은실적으로넣지않음.
FY2020 SCE001865 종료 2021-03-31	**151.4** equal	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 revenue chart FY는4월~다음해3월.0.1십억엔 도표반올림값. 반도체소재단독매출아님. FY2023전망은실적으로넣지않음.
FY2021 SCE001866 종료 2022-03-31	**165.0** equal	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 revenue chart FY는4월~다음해3월.0.1십억엔 도표반올림값. 반도체소재단독매출아님. FY2023전망은실적으로넣지않음.
FY2022 SCE001867 종료 2023-03-31	**170.4** equal	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 revenue chart FY는4월~다음해3월.0.1십억엔 도표반올림값. 반도체소재단독매출아님. FY2023전망은실적으로넣지않음.
FY2023 SCE001886 종료 2024-03-31	**168.115** equal	MAT040 공개일 미확인	Printed p16/PDF p17,168115 millionJPY 168115백만엔→168.115십억엔정확환산. 이전FY2023전망175십억엔 과별개실제치. 디스플레이·Edge Computing포함.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 ArF photoresists · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001869 종료 2023-03-31	**약 15** approximately	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 CMP materials · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001872 종료 2023-03-31	**> 20** greater_than	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 Cleaning solutions · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001873 종료 2023-03-31	**약 30** approximately	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 Display alignment layer · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001874 종료 2023-03-31	**약 -15** approximately	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 Display color resists · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001875 종료 2023-03-31	**약 -65** approximately	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 EUV photoresists · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001868 종료 2023-03-31	**> 55** greater_than	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 Multilayer materials · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001870 종료 2023-03-31	**약 10** approximately	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 OLED materials · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001876 종료 2023-03-31	**약 -5** approximately	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

제품별 매출 증감 product_sales_growth_yoy

제품·기술 Other lithography materials · **범위** product_business_revenue_growth · **단위** percent_yoy · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE001871 종료 2023-03-31	**약 20** approximately	MAT037 공개일 미확인	Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존.

Linde plc LINDE

기존 ASU 수 installed_air_separation_units

제품·기술 High purity industrial gases · **범위** Tangjeong_existing_site_for_Samsung_Display · **단위** ASU_units · **기간** snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023-04-19 SCE001909	**4** equal	MAT053 2023-04-19	Existing complex paragraph 탕정(Tangjeong)기존ASU4기.계획신규SPECTRA와구분.회사세계장비수가아님.

발표한 가스 생산능력 announced_gas_production_capacity

제품·기술 High-purity nitrogen · **범위** Tangjeong_new_SPECTRA_plant · **단위** tonnes/day · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-late_planned SCE001910	**> 2,000** greater_than	MAT053 2023-04-19	New SPECTRA production paragraph 질소>2000톤/일.지역일반수요/희가스원료공급포함.2023발표2024말목표로후속가동검증별개.

발표한 추가 ASU 수 announced_additional_air_separation_units

제품·기술 Nitrogen oxygen argon · **범위** Samsung_Pyeongtaek_eighth_ASU_project · **단위** ASU_units · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026-mid_planned SCE001912	**1** equal	MAT054 2025-04-29	Build eighth onsiteASU paragraph 신규1기=현장여덟번째ASU.글로벌보유8기로전환금지.중2026공급목표로완료실적아님.

발표한 프로젝트 투자 announced_project_capital_investment

제품·기술 High-purity nitrogen · **범위** Tangjeong_new_SPECTRA_plant · **단위** million_USD · **기간** project_plan · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-late_planned SCE001911	**약 100** approximately	MAT053 2023-04-19	Investment/startup paragraph 약1억달러프로젝트계획금액이며연간집행아님.

Merck KGaA (EMD Electronics) MERCK_KGAA

사업부 매출 business_unit_net_sales

제품·기술 Display Solutions / Optronics · **범위** display_solutions_optronics · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001917	**770** equal	MAT056 2025-03-06	Net sales by business unit
2024 SCE001918	**748** equal	MAT056 2025-03-06	Net sales by business unit
2025 SCE001919	**772** equal	MAT057 공개일 미확인	Net sales by business unit

공통 비고 반도체소재+공급시스템/서비스포함.디스플레이는액정·레지스트·OLED·계측포함.톤수·패널생산량아님.

사업부 매출 business_unit_net_sales

제품·기술 Semiconductor Solutions · **범위** semiconductor_solutions_materials_and_DSS · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001914	**2,479** equal	MAT056 2025-03-06	Net sales by business unit
2024 SCE001915	**2,631** equal	MAT056 2025-03-06	Net sales by business unit
2025 SCE001916	**2,494** equal	MAT057 공개일 미확인	Net sales by business unit

공통 비고 반도체소재+공급시스템/서비스포함.디스플레이는액정·레지스트·OLED·계측포함.톤수·패널생산량아님.

Photronics PHOTRONICS

PPE 취득 현금지출 cash_payments_for_property_plant_equipment

제품·기술 IC/FPD photomasks · **범위** consolidated_company · **단위** USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2010 SCE001680 종료 2010-10-31	**71,381,000** equal	MAT001 2013-01-09	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2009-11-02, end=2010-10-31; USD; accession=0001140361-13-001560
FY2011 SCE001681 종료 2011-10-30	**82,121,000** equal	MAT002 2014-01-03	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2010-11-01, end=2011-10-30; USD; accession=0001140361-14-000609
FY2012 SCE001682 종료 2012-10-28	**96,978,000** equal	MAT003 2015-01-06	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2011-10-31, end=2012-10-28; USD; accession=0001140361-15-000753
FY2013 SCE001683 종료 2013-11-03	**63,792,000** equal	MAT004 2016-01-07	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2012-10-29, end=2013-11-03; USD; accession=0001140361-16-047150
FY2014 SCE001684 종료 2014-11-02	**91,085,000** equal	MAT005 2017-01-06	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2013-11-04, end=2014-11-02; USD; accession=0001140361-17-000934
FY2015 SCE001685 종료 2015-11-01	**104,033,000** equal	MAT006 2017-12-20	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2014-11-03, end=2015-11-01; USD; accession=0001140361-17-046903
FY2016 SCE001686 종료 2016-10-30	**50,147,000** equal	MAT007 2018-12-21	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2015-11-02, end=2016-10-30; USD; accession=0001140361-18-045611
FY2017 SCE001687 종료 2017-10-29	**91,965,000** equal	MAT008 2019-12-23	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2016-10-31, end=2017-10-29; USD; accession=0001140361-19-023041
FY2018 SCE001688 종료 2018-10-31	**92,585,000** equal	MAT009 2021-01-15	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2017-10-30, end=2018-10-31; USD; accession=0001140361-21-001225

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019 SCE001689 종료 2019-10-31	**178,375,000** equal	MAT010 2021-12-17	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2018-11-01, end=2019-10-31; USD; accession=0001140361-21-042251
FY2020 SCE001690 종료 2020-10-31	**70,815,000** equal	MAT011 2022-12-23	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2019-11-01, end=2020-10-31; USD; accession=0001140361-22-046880
FY2021 SCE001691 종료 2021-10-31	**109,099,000** equal	MAT012 2023-12-26	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2020-11-01, end=2021-10-31; USD; accession=0001140361-23-059254
FY2022 SCE001692 종료 2022-10-31	**112,338,000** equal	MAT013 2024-12-19	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2021-11-01, end=2022-10-31; USD; accession=0001140361-24-049881
FY2023 SCE001693 종료 2023-10-31	**131,295,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2022-11-01, end=2023-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801
FY2024 SCE001694 종료 2024-10-31	**130,942,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2023-11-01, end=2024-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801
FY2025 SCE001695 종료 2025-10-31	**188,137,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2024-11-01, end=2025-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801

공통 비고 공시 기준 연결 회사 전체. 소재 이외 매출도 포함될 수 있고 물리적 출하량이 아니다. 기간별 최신 확인 10-K 재공시 수치를 선택하여 당초 발표값과 반올림/재표시 차이가 가능하다. 회계연도는10월 말 또는 인접 일요일 종료;2018년 이후10월31일 종료. IC와 FPD 모두 포함. PPE 취득 현금 유출의 양(+)의 크기이며 기업인수 현금지출이 아니다.

연결 매출 net_sales

제품·기술 IC/FPD photomasks · **범위** consolidated_company · **단위** USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2010 SCE001664 종료 2010-10-31	**425,554,000** equal	MAT001 2013-01-09	us-gaap:SalesRevenueGoodsNet; context start=2009-11-02, end=2010-10-31; USD; accession=0001140361-13-001560
FY2011 SCE001665 종료 2011-10-30	**512,020,000** equal	MAT002 2014-01-03	us-gaap:SalesRevenueGoodsNet; context start=2010-11-01, end=2011-10-30; USD; accession=0001140361-14-000609
FY2012 SCE001666 종료 2012-10-28	**450,439,000** equal	MAT003 2015-01-06	us-gaap:SalesRevenueGoodsNet; context start=2011-10-31, end=2012-10-28; USD; accession=0001140361-15-000753
FY2013 SCE001667 종료 2013-11-03	**422,180,000** equal	MAT004 2016-01-07	us-gaap:SalesRevenueGoodsNet; context start=2012-10-29, end=2013-11-03; USD; accession=0001140361-16-047150
FY2014 SCE001668 종료 2014-11-02	**455,527,000** equal	MAT005 2017-01-06	us-gaap:SalesRevenueGoodsNet; context start=2013-11-04, end=2014-11-02; USD; accession=0001140361-17-000934
FY2015 SCE001669 종료 2015-11-01	**524,206,000** equal	MAT006 2017-12-20	us-gaap:SalesRevenueGoodsNet; context start=2014-11-03, end=2015-11-01; USD; accession=0001140361-17-046903
FY2016 SCE001670 종료 2016-10-30	**483,456,000** equal	MAT007 2018-12-21	us-gaap:Revenues; context start=2015-11-02, end=2016-10-30; USD; accession=0001140361-18-045611

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017 SCE001671 종료 2017-10-29	**450,678,000** equal	MAT008 2019-12-23	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2016-10-31, end=2017-10-29; USD; accession=0001140361-19-023041
FY2018 SCE001672 종료 2018-10-31	**535,276,000** equal	MAT009 2021-01-15	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2017-10-30, end=2018-10-31; USD; accession=0001140361-21-001225
FY2019 SCE001673 종료 2019-10-31	**550,660,000** equal	MAT010 2021-12-17	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2018-11-01, end=2019-10-31; USD; accession=0001140361-21-042251
FY2020 SCE001674 종료 2020-10-31	**609,691,000** equal	MAT011 2022-12-23	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2019-11-01, end=2020-10-31; USD; accession=0001140361-22-046880
FY2021 SCE001675 종료 2021-10-31	**663,761,000** equal	MAT012 2023-12-26	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2020-11-01, end=2021-10-31; USD; accession=0001140361-23-059254
FY2022 SCE001676 종료 2022-10-31	**824,549,000** equal	MAT013 2024-12-19	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2021-11-01, end=2022-10-31; USD; accession=0001140361-24-049881
FY2023 SCE001677 종료 2023-10-31	**892,076,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2022-11-01, end=2023-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801
FY2024 SCE001678 종료 2024-10-31	**866,946,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2023-11-01, end=2024-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801
FY2025 SCE001679 종료 2025-10-31	**849,294,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2024-11-01, end=2025-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801

공통 비고 공시 기준 연결 회사 전체. 소재 이외 매출도 포함될 수 있고 물리적 출하량이 아니다. 기간별 최신 확인 10-K 재공시 수치를 선택하여 당초 발표값과 반올림/재표시 차이가 가능하다. 회계연도는10월 말 또는 인접 일요일 종료;2018년 이후10월31일 종료. IC와 FPD 모두 포함.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 IC/FPD photomasks · **범위** consolidated_company · **단위** USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2010 SCE001696 종료 2010-10-31	**14,932,000** equal	MAT001 2013-01-09	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2009-11-02, end=2010-10-31; USD; accession=0001140361-13-001560
FY2011 SCE001697 종료 2011-10-30	**15,507,000** equal	MAT002 2014-01-03	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2010-11-01, end=2011-10-30; USD; accession=0001140361-14-000609

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2012 SCE001698 종료 2012-10-28	**19,371,000** equal	MAT003 2015-01-06	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2011-10-31, end=2012-10-28; USD; accession=0001140361-15-000753
FY2013 SCE001699 종료 2013-11-03	**20,758,000** equal	MAT004 2016-01-07	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2012-10-29, end=2013-11-03; USD; accession=0001140361-16-047150
FY2014 SCE001700 종료 2014-11-02	**21,913,000** equal	MAT005 2017-01-06	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2013-11-04, end=2014-11-02; USD; accession=0001140361-17-000934
FY2015 SCE001701 종료 2015-11-01	**21,920,000** equal	MAT006 2017-12-20	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2014-11-03, end=2015-11-01; USD; accession=0001140361-17-046903
FY2016 SCE001702 종료 2016-10-30	**21,654,000** equal	MAT007 2018-12-21	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2015-11-02, end=2016-10-30; USD; accession=0001140361-18-045611
FY2017 SCE001703 종료 2017-10-29	**15,862,000** equal	MAT008 2019-12-23	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2016-10-31, end=2017-10-29; USD; accession=0001140361-19-023041
FY2018 SCE001704 종료 2018-10-31	**14,481,000** equal	MAT009 2021-01-15	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2017-10-30, end=2018-10-31; USD; accession=0001140361-21-001225
FY2019 SCE001705 종료 2019-10-31	**16,394,000** equal	MAT010 2021-12-17	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2018-11-01, end=2019-10-31; USD; accession=0001140361-21-042251
FY2020 SCE001706 종료 2020-10-31	**17,144,000** equal	MAT011 2022-12-23	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2019-11-01, end=2020-10-31; USD; accession=0001140361-22-046880
FY2021 SCE001707 종료 2021-10-31	**18,490,000** equal	MAT012 2023-12-26	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2020-11-01, end=2021-10-31; USD; accession=0001140361-23-059254
FY2022 SCE001708 종료 2022-10-31	**18,341,000** equal	MAT013 2024-12-19	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2021-11-01, end=2022-10-31; USD; accession=0001140361-24-049881
FY2023 SCE001709 종료 2023-10-31	**13,654,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2022-11-01, end=2023-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801
FY2024 SCE001710 종료 2024-10-31	**16,576,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2023-11-01, end=2024-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801
FY2025 SCE001711 종료 2025-10-31	**15,804,000** equal	MAT014 2025-12-17	us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2024-11-01, end=2025-10-31; USD; accession=0001140361-25-045801

공통 비고 공시 기준 연결 회사 전체. 소재 이외 매출도 포함될 수 있고 물리적 출하량이 아니다. 기간별 최신 확인 10-K 재공시 수치를 선택하여 당초 발표값과 반올림/재표시 차이가 가능하다. 회계연도는10월 말 또는 인접 일요일 종료;2018년 이후10월31일 종료. IC와 FPD 모두 포함. 비용 인식 R&D이며 현금 CAPEX와 구별한다.

제품별 포토마스크 매출 photomask_product_revenue

제품·기술 FPD photomasks · **범위** FPD_photomasks_external_revenue · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2011 SCE001765	**120,862** equal	MAT002 2014-01-03	Geographic information, HTML table index76
FY2012 SCE001764	**100,334** equal	MAT002 2014-01-03	Geographic information, HTML table index76
FY2013 SCE001763	**101,601** equal	MAT002 2014-01-03	Geographic information, HTML table index76
FY2014 SCE001771	**102,848** equal	MAT005 2017-01-06	Geographic information, HTML table index75
FY2015 SCE001770	**103,373** equal	MAT005 2017-01-06	Geographic information, HTML table index75
FY2016 SCE001769	**118,925** equal	MAT005 2017-01-06	Geographic information, HTML table index75
FY2017 SCE001777	**100,418** equal	MAT008 2019-12-23	Geographic information, HTML table index102
FY2018 SCE001776	**119,212** equal	MAT008 2019-12-23	Geographic information, HTML table index102
FY2019 SCE001775	**144,469** equal	MAT008 2019-12-23	Geographic information, HTML table index102
FY2020 SCE001783	**191,281** equal	MAT011 2022-12-23	Note Revenue, Product Type table index100
FY2021 SCE001782	**203,590** equal	MAT011 2022-12-23	Note Revenue, Product Type table index100
FY2022 SCE001781	**231,523** equal	MAT011 2022-12-23	Note Revenue, Product Type table index100
FY2023 SCE001789	**240,797** equal	MAT014 2025-12-17	Note10 Revenue, printed p57, HTML table index99
FY2024 SCE001788	**228,795** equal	MAT014 2025-12-17	Note10 Revenue, printed p57, HTML table index99
FY2025 SCE001787	**234,190** equal	MAT014 2025-12-17	Note10 Revenue, printed p57, HTML table index99

공통 비고 감사된 연결 제품별 매출. IC/FPD 합계는 총매출의 부분합. 장수 또는 면적이 아니며 고급/범용 정의 변경을 피해 제품 전체만 기록.

제품별 포토마스크 매출 photomask_product_revenue

제품·기술 IC photomasks · **범위** IC_photomasks_external_revenue · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2011 SCE001762	**391,158** equal	MAT002 2014-01-03	Geographic information, HTML table index76
FY2012 SCE001761	**350,105** equal	MAT002 2014-01-03	Geographic information, HTML table index76

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2013 SCE001760	**320,579** equal	MAT002 2014-01-03	Geographic information, HTML table index76
FY2014 SCE001768	**352,679** equal	MAT005 2017-01-06	Geographic information, HTML table index75
FY2015 SCE001767	**420,833** equal	MAT005 2017-01-06	Geographic information, HTML table index75
FY2016 SCE001766	**364,531** equal	MAT005 2017-01-06	Geographic information, HTML table index75
FY2017 SCE001774	**350,260** equal	MAT008 2019-12-23	Geographic information, HTML table index102
FY2018 SCE001773	**416,064** equal	MAT008 2019-12-23	Geographic information, HTML table index102
FY2019 SCE001772	**406,191** equal	MAT008 2019-12-23	Geographic information, HTML table index102
FY2020 SCE001780	**418,410** equal	MAT011 2022-12-23	Note Revenue, Product Type table index100
FY2021 SCE001779	**460,171** equal	MAT011 2022-12-23	Note Revenue, Product Type table index100
FY2022 SCE001778	**593,026** equal	MAT011 2022-12-23	Note Revenue, Product Type table index100
FY2023 SCE001786	**651,279** equal	MAT014 2025-12-17	Note10 Revenue, printed p57, HTML table index99
FY2024 SCE001785	**638,151** equal	MAT014 2025-12-17	Note10 Revenue, printed p57, HTML table index99
FY2025 SCE001784	**615,104** equal	MAT014 2025-12-17	Note10 Revenue, printed p57, HTML table index99

공통 비고 감사된 연결 제품별 매출. IC/FPD 합계는 총매출의 부분합. 장수 또는 면적이 아니며 고급/범용 정의 변경을 피해 제품 전체만 기록.

SK Specialty SK_SPECIALTY

생산능력 production_capacity

제품·기술 NF3 · **범위** reported_company_product_capacity_site_boundary_unverified · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** secondary_estimate · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001931	**13,500** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단
2024 SCE001932	**13,500** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단
2025 SCE001933	**13,500** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단

공통 비고 공시인용2차확인값.1차미대조·국내/해외경계미확인으로secondary_estimate.실생산아님.기사생산실적은금액이므로톤으로전사하지않음.

생산능력 production_capacity

제품·기술 SiH4 · **범위** reported_company_product_capacity_site_boundary_unverified · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** secondary_estimate · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001937	**2,000** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단
2024 SCE001938	**2,000** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단
2025 SCE001939	**2,000** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단

공통 비고 공시인용2차확인값.1차미대조·국내/해외경계미확인으로secondary_estimate.실생산아님.기사생산실적은금액이므로톤으로전사하지않음.

생산능력 production_capacity

제품·기술 WF6 · **범위** reported_company_product_capacity_site_boundary_unverified · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** secondary_estimate · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE001934	**2,000** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단
2024 SCE001935	**2,000** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단
2025 SCE001936	**2,000** equal	MAT065 2026-09-18	생산능력3년째그대로문단

공통 비고 공시인용2차확인값.1차미대조·국내/해외경계미확인으로secondary_estimate.실생산아님.기사생산실적은금액이므로톤으로전사하지않음.

Soulbrain Co., Ltd. SOULBRAIN

가동률 production_utilization

제품·기술 Display Chemical · **범위** Gongju_Paju_domestic_display_final_products · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE001850	**28** equal	MAT032 2025-03-18	II.3 current year utilization table
2025 SCE001851	**27** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 current year utilization table

공통 비고 공시 반올림 가동률이므로 물량÷능력 자체계산과 미세 차이가 있을 수 있다.

가동률 production_utilization

제품·기술 Semiconductor materials HF and others · **범위** Gongju_domestic_semiconductor_final_products · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE001840	**65** equal	MAT032 2025-03-18	II.3 current year utilization table
2025 SCE001841	**60** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 current year utilization table

공통 비고 공시 반올림 가동률이므로 물량÷능력 자체계산과 미세 차이가 있을 수 있다.

생산능력 production_capacity

제품·기술 Display Chemical · **범위** Gongju_Paju_domestic_display_final_products · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE001842 종료 2022-12-31	**81,000** equal	MAT032 2025-03-18	II.3 Production capacity/results relevant product row
2023 SCE001844 종료 2023-12-31	**82,125** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row
2024 SCE001846 종료 2024-12-31	**82,125** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row
2025 SCE001848 종료 2025-12-31	**82,125** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row

공통 비고 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.

생산능력 production_capacity

제품·기술 Display Chemical · **범위** Paju_domestic_display_final_products · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE001942 종료 2021-12-31	**82,125** equal	MAT066 2023-11-14	II.3capacity/results,FY2021제2기 2023Q3가회고한2021연간값.디스플레이는파주범위로2021원공시공주/파주와다르다.이후사업소/제품집계도같다고가정금지.반도체는공주 HF외혼합제품.

생산능력 production_capacity

제품·기술 Semiconductor materials HF and others · **범위** Gongju_domestic_semiconductor_final_products · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE001940 종료 2021-12-31	**113,279** equal	MAT066 2023-11-14	II.3capacity/results,FY2021제2기 2023Q3가회고한2021연간값.디스플레이는파주범위로2021원공시공주/파주와다르다.이후사업소/제품집계도같다고가정금지.반도체는공주 HF외혼합제품.
2022 SCE001832 종료 2022-12-31	**133,680** equal	MAT032 2025-03-18	II.3 Production capacity/results relevant product row 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.
2023 SCE001834 종료 2023-12-31	**133,248** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.
2024 SCE001836 종료 2024-12-31	**133,248** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.
2025 SCE001838 종료 2025-12-31	**146,232** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.

실제 생산량 material_actual_production

제품·기술 Display Chemical · **범위** Gongju_Paju_domestic_display_final_products · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE001843 종료 2022-12-31	**26,059** equal	MAT032 2025-03-18	II.3 Production capacity/results relevant product row
2023 SCE001845 종료 2023-12-31	**21,181** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row
2024 SCE001847 종료 2024-12-31	**23,399** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row
2025 SCE001849 종료 2025-12-31	**22,369** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row

공통 비고 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.

실제 생산량 material_actual_production

제품·기술 Display Chemical · **범위** Paju_domestic_display_final_products · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE001943 종료 2021-12-31	**37,891** equal	MAT066 2023-11-14	II.3capacity/results,FY2021제2기 2023Q3가회고한2021연간값.디스플레이는파주범위로2021원공시공주/파주와다르다.이후사업소/제품집계도같다고가정금지.반도체는공주HF외혼합제품.

실제 생산량 material_actual_production

제품·기술 Semiconductor materials HF and others · **범위** Gongju_domestic_semiconductor_final_products · **단위** tonnes/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE001941 종료 2021-12-31	**94,576** equal	MAT066 2023-11-14	II.3capacity/results,FY2021제2기 2023Q3가회고한2021연간값.디스플레이는파주범위로2021원공시공주/파주와다르다.이후사업소/제품집계도같다고가정금지.반도체는공주HF외혼합제품.
2022 SCE001833 종료 2022-12-31	**105,442** equal	MAT032 2025-03-18	II.3 Production capacity/results relevant product row 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.
2023 SCE001835 종료 2023-12-31	**83,963** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.
2024 SCE001837 종료 2024-12-31	**86,465** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.
2025 SCE001839 종료 2025-12-31	**87,140** equal	MAT031 2026-03-16	II.3 Production capacity/results relevant product row 최종제품 기준. 능력은24시간 일 최대가능량×가동가능일수. 국내제품·HF외혼합품이며 회사세계생산량·순수HF·웨이퍼 장수로 변환하지 않는다.

Tekscend Photomask (formerly Toppan Photomask) TEKSCEND_PHOTOMASK

신규 마스크 라이터 설치 new_mask_writer_installation

제품·기술 Mycronic SLX1 laser mask writer · **범위** Corbeil_France_specific_installation · **단위** systems · **기간** milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-07-21 SCE001927	**1** equal	MAT061 2025-07-21	Firstparagraph 특정신규설치1대.전체보유량/Mycronic연간출하량이아니다.

Tokyo Ohka Kogyo (TOK) TOK

PPE 취득 현금지출 cash_payments_for_property_plant_equipment

제품·기술 TOK materials-only consolidated company · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025-12 SCE001885 종료 2025-12-31	**24,762** equal	MAT039 2026-02-09	Cash flows: Purchase of PPE 2025 소재단일부문회사. PPE현금취득은양의유출크기로장기표InvestmentinPPE와별도정의. 정의가다른2025CAPEX를보간하지않는다.

설비투자 investment_in_plant_equipment

제품·기술 TOK consolidated company · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014-03 SCE001802 종료 2014-03-31	**14,577** equal	MAT030 공개일 미확인	PDF p58 Ten-year summary
FY2015-03 SCE001803 종료 2015-03-31	**7,276** equal	MAT030 공개일 미확인	PDF p58 Ten-year summary
FY2016-03 SCE001804 종료 2016-03-31	**5,919** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2017-03 SCE001805 종료 2017-03-31	**9,378** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2018-12 SCE001807 종료 2018-12-31	**5,636** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2019-12 SCE001808 종료 2019-12-31	**14,184** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2020-12 SCE001809 종료 2020-12-31	**5,611** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2021-12 SCE001810 종료 2021-12-31	**8,488** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2022-12 SCE001811 종료 2022-12-31	**14,514** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2023-12 SCE001812 종료 2023-12-31	**15,052** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2024-12 SCE001813 종료 2024-12-31	**24,764** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary

공통 비고 백만 엔 원단위. 소재에는 포토레지스트·고순도 화학약품 등 포함하며 리터/톤 수량이 아니다.2023년 소재 단일 부문 전환. 2022년까지 장비사업 포함 회사 전체.

설비투자 investment_in_plant_equipment

제품·기술 TOK consolidated company · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** irregular_fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017-12 SCE001806 종료 2017-12-31	**6,731** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary 백만 엔 원단위. 소재에는 포토레지스트·고순도 화학약품 등 포함하며 리터/톤 수량이 아니다.2023년 소재 단일 부문 전환. 일본9개월·해외12개월 비정상 회계기간으로12개월 연간값과 직접비교 금지. 2022년까지 장비사업 포함 회사 전체.

소재 부문 매출 materials_segment_net_sales

제품·기술 Photoresists/high-purity chemicals · **범위** materials_segment · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014-03 SCE001790 종료 2014-03-31	**72,866** equal	MAT030 공개일 미확인	PDF p58 Ten-year summary
FY2015-03 SCE001791 종료 2015-03-31	**84,611** equal	MAT030 공개일 미확인	PDF p58 Ten-year summary
FY2016-03 SCE001792 종료 2016-03-31	**87,280** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2017-03 SCE001793 종료 2017-03-31	**86,558** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2018-12 SCE001795 종료 2018-12-31	**102,621** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2019-12 SCE001796 종료 2019-12-31	**98,986** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2020-12 SCE001797 종료 2020-12-31	**114,773** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2021-12 SCE001798 종료 2021-12-31	**137,725** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2022-12 SCE001799 종료 2022-12-31	**170,329** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2023-12 SCE001800 종료 2023-12-31	**162,270** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2024-12 SCE001801 종료 2024-12-31	**200,966** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary

공통 비고 백만 엔 원단위. 소재에는 포토레지스트·고순도 화학약품 등 포함하며 리터/톤 수량이 아니다.2023년 소재 단일 부문 전환.

소재 부문 매출 materials_segment_net_sales

제품·기술 Photoresists/high-purity chemicals · **범위** materials_segment · **단위** million_JPY · **기간** irregular_fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017-12 SCE001794 종료 2017-12-31	**90,531** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary 백만 엔 원단위. 소재에는 포토레지스트·고순도 화학약품 등 포함하며 리터/톤 수량이 아니다.2023년 소재 단일 부문 전환. 일본9개월·해외12개월 비정상 회계기간으로12개월 연간값과 직접비교 금지.

소재 부문 매출 materials_segment_net_sales

제품·기술 TOK materials-only consolidated company · **범위** materials_segment · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025-12 SCE001883 종료 2025-12-31	**237,029** equal	MAT039 2026-02-09	PDF p1 net sales 2025 소재단일부문회사. PPE현금취득은양의유출크기로장기표InvestmentinPPE와별도정의. 정의가다른2025CAPEX를보간하지않는다.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 TOK consolidated company · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014-03 SCE001814 종료 2014-03-31	**6,389** equal	MAT030 공개일 미확인	PDF p58 Ten-year summary
FY2015-03 SCE001815 종료 2015-03-31	**6,903** equal	MAT030 공개일 미확인	PDF p58 Ten-year summary
FY2016-03 SCE001816 종료 2016-03-31	**7,015** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2017-03 SCE001817 종료 2017-03-31	**8,207** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2018-12 SCE001819 종료 2018-12-31	**8,526** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2019-12 SCE001820 종료 2019-12-31	**8,879** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2020-12 SCE001821 종료 2020-12-31	**9,545** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2021-12 SCE001822 종료 2021-12-31	**9,800** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2022-12 SCE001823 종료 2022-12-31	**11,038** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023-12 SCE001824 종료 2023-12-31	**12,658** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary
FY2024-12 SCE001825 종료 2024-12-31	**14,519** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary

공통 비고 백만 엔 원단위. 소재에는 포토레지스트·고순도 화학약품 등 포함하며 리터/톤 수량이 아니다.2023년 소재 단일 부문 전환. 2022년까지 장비사업 포함 회사 전체.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 TOK consolidated company · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** irregular_fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017-12 SCE001818 종료 2017-12-31	**6,921** equal	MAT029 공개일 미확인	PDF p53 Ten-year summary 백만 엔 원단위. 소재에는 포토레지스트·고순도 화학약품 등 포함하며 리터/톤 수량이 아니다.2023년 소재 단일 부문 전환. 일본9개월·해외12개월 비정상 회계기간으로12개월 연간값과 직접비교 금지. 2022년까지 장비사업 포함 회사 전체.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 TOK materials-only consolidated company · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025-12 SCE001884 종료 2025-12-31	**15,673** equal	MAT039 2026-02-09	PDF p15 Total R&D costs 2025 소재단일부문회사. PPE현금취득은양의유출크기로장기표InvestmentinPPE와별도정의. 정의가다른2025CAPEX를보간하지않는다.

SUPPLY CHAIN · COMPONENTS_SUBSTRATES

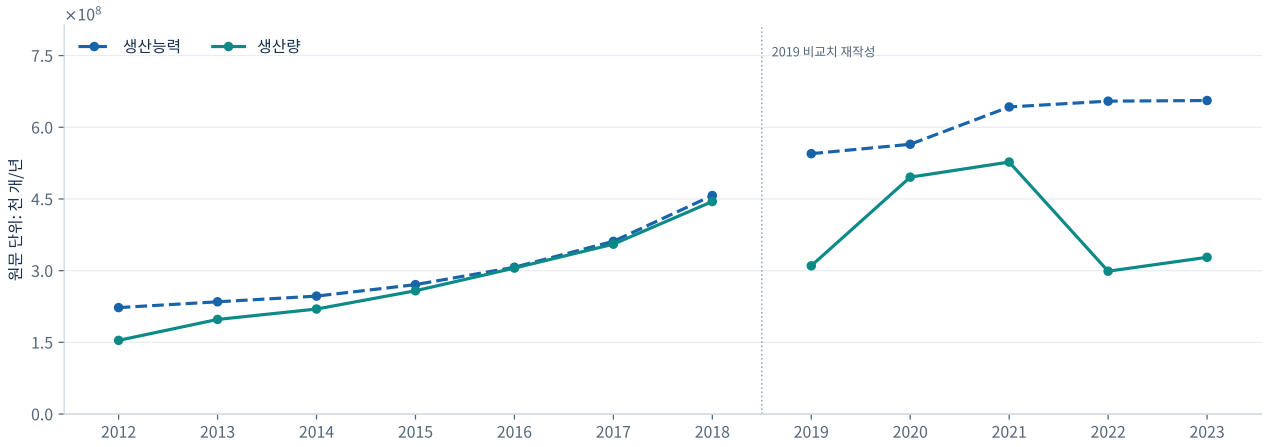
MLCC·수동부품·패키지 기판·PCB

432개 기록 · 11개 회사 · 2008 / 2009부터 원문 기준의 개별 기간

부품·기판은 MLCC/칩저항/RF/보호소자(천 개), 패키지기판/PCB(면적 또는 천 시트), 테이프기판(길이), 카메라모듈(천 개)로 분리한다. 삼성전기의 수동소자 합계는 순수 MLCC 총량이 아니다. Walsin은 2012 비교치부터 보고 범위가 확장되어 이전 단독 수치와 연결 값을 분리했고 2019 MLCC 비교치의 2020 보고서 빈티지도 보존했다. Nan Ya PCB 생산/국내·수출 판매는 원문 범위를 유지하며 불일치를 수율·재고로 단정하지 않는다. 기판 면적·시트 수·테이프 길이를 웨이퍼나 패키지 개수로 바꾸지 않는다. LG이노텍 2023 카메라 능력은 기존 총 Capa와 이후 가용설비 재작성 값을 모두 보존했다. Taiyo Yuden은 FYE2023-Q4 MLCC 가동률50%에서 FYE2027-Q1 약85%까지 회복하였으나 중간 범위와 전망은 각각 유지한다. 2022-11 전망 FYE2023-Q3 약70%와 사후 실적60–65%는 별개다. 캐패시터 BB는 금액 기준 수주액/매출액 비율이다. Murata·Ibiden·Yageo·Shinko의 전사 투자/R&D/비현금 감가상각은 MLCC·기판 전용 물량을 대체하지 않는다. Unimicron의 2027 예산은 장기납기장비 일부범위이며 2026 전사예산과 직접 비교할 수 없다. AT&S 개장·샘플납품 이정표, 다년 Kulim 투자계획, FYE2027 CAPEX 전망은 기간과 범위가 서로 다르다.

부품 | Walsin Technology MLCC 생산

연결그룹 · MLCC · 같은 연도의 중복 공시는 최신 비교치를 선택



2019년은 2020년 보고서의 재작성 비교치이며 2018→2019 선을 끊어 범위 변화를 표시했습니다.
별도 법인 수치 및 다른 수동부품은 제외했습니다. 능력과 생산량을 합산하지 않습니다.
출처: CMP004, CMP005, CMP006, CMP007, CMP008, CMP009, CMP011, CMP012, CMP013, CMP014 | 확인기준 2026-10-17 · 최신 확인 공시 선택

대표 계열의 추세를 보여주는 차트입니다. 표시되지 않은 제품·회사·정의는 아래 전체 관측 표에서 확인합니다. 원단위와 비교 범위를 유지하며 분야 전체 합계로 해석하지 않습니다.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT_AND_S

고객 샘플 납품 customer_sample_delivery_milestone

제품·기술 Advanced IC substrates · **범위** Leoben HTB3 · **단위** milestone · **기간** as_of_date · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-06-03 SCE002363 종료 2025-06-03	**Initial samples delivered to several customers; product qualification in progress** equal	CMP053 2025-06-03	Official release 2025-06-03; HTB3 opening, initial samples and product qualification 발표일 현재 초기 샘플 납품 완료, 인증 진행 중. 정확한 최초 납품일은 미공개로 발표일 현재 기준 저장.

공장 개장 plant_opening_milestone

제품·기술 Advanced IC substrates · **범위** Leoben HTB3 competence centre and production facility · **단위** milestone · **기간** event_date · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-06-03 SCE002362 종료 2025-06-03	**Official opening of HTB3 competence centre and IC substrate production facility** equal	CMP053 2025-06-03	Official release 2025-06-03; HTB3 opening, initial samples and product qualification 개장 행사이며 샘플/인증과 전체 양산 물량·능력을 혼동하지 않는다.

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 All consolidated operations · **범위** consolidated_company · **단위** billion_EUR · **기간** fiscal_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2027 SCE002366 종료 2027-03-31	**1.0–1.2** range	CMP054 2026-06-13	Official MAR disclosure 2026-06-13; Kulim capacity expansion agreements and FYE2027 CAPEX guidance 2027-03-31 종료 회계연도 전사 CAPEX 전망. Kulim 다년 프로젝트 총투자와 기간/범위가 달라 합산하지 않는다.

프로젝트 누적 투자액 cumulative_project_investment

제품·기술 Advanced IC substrates · **범위** Leoben HTB3 construction and competence centre · **단위** million_EUR · **기간** as_of_date · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-06-03 SCE002364 종료 2025-06-03	**> 500** greater_than	CMP053 2025-06-03	Official release 2025-06-03; HTB3 opening, initial samples and product qualification 개장 시점 누적 프로젝트 투자 하한. 연간 CAPEX와 합산하거나 생산면적/개수로 환산하지 않는다.

프로젝트 투자 계획 planned_project_investment

제품·기술 Advanced IC substrates for AI/HPC · **범위** Kulim existing plant and unused second building · **단위** billion_EUR · **기간** announcement_date · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026-06-13 SCE002365	**1.5–2.0** range	CMP054 2026-06-13	Official MAR disclosure 2026-06-13; Kulim capacity expansion agreements and FYE2027 CAPEX guidance 다년 프로젝트 필요 투자계획. 고객 장기약정의 최종협상·실행 조건이 남은 계획으로 실제 집행액 아님.

Ibiden Co., Ltd. IBIDEN

감가상각비 depreciation_amortization

제품·기술 All operations including electronics and ceramics · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** company_defined_consolidated_financial_data

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE002167 종료 2015-03-31	**39,428** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2015 SCE002168 종료 2016-03-31	**44,056** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2016 SCE002169 종료 2017-03-31	**33,147** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2017 SCE002170 종료 2018-03-31	**24,566** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2018 SCE002171 종료 2019-03-31	**25,136** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2019 SCE002172 종료 2020-03-31	**24,222** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2020 SCE002173 종료 2021-03-31	**35,413** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2021 SCE002174 종료 2022-03-31	**52,715** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2022 SCE002175 종료 2023-03-31	**54,914** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2023 SCE002176 종료 2024-03-31	**46,032** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2024 SCE002177 종료 2025-03-31	**54,205** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table

공통 비고 FY는 시작연도. FY2024는 2024-04-01~2025-03-31. 전사 투자·비현금 감가상각은 기판 생산면적이나 순수 기판 CAPEX가 아니다.

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 All operations including electronics and ceramics · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** company_defined_consolidated_financial_data

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE002156 종료 2015-03-31	**56,350** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2015 SCE002157 종료 2016-03-31	**40,955** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2016 SCE002158 종료 2017-03-31	**20,997** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2017 SCE002159 종료 2018-03-31	**22,409** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2018 SCE002160 종료 2019-03-31	**22,892** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2019 SCE002161 종료 2020-03-31	**57,076** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2020 SCE002162 종료 2021-03-31	**78,189** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2021 SCE002163 종료 2022-03-31	**60,615** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2022 SCE002164 종료 2023-03-31	**131,275** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2023 SCE002165 종료 2024-03-31	**146,583** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2024 SCE002166 종료 2025-03-31	**157,304** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table

공통 비고 FY는 시작연도. FY2024는 2024-04-01~2025-03-31. 전사 투자·비현금 감가상각은 기판 생산면적이나 순수 기판 CAPEX가 아니다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 All operations including electronics and ceramics · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE002178 종료 2015-03-31	**15,512** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2015 SCE002179 종료 2016-03-31	**15,203** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2016 SCE002180 종료 2017-03-31	**14,111** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2017 SCE002181 종료 2018-03-31	**15,368** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2018 SCE002182 종료 2019-03-31	**14,753** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2019 SCE002183 종료 2020-03-31	**16,200** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2020 SCE002184 종료 2021-03-31	**16,841** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2021 SCE002185 종료 2022-03-31	**15,733** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2022 SCE002186 종료 2023-03-31	**19,682** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2023 SCE002187 종료 2024-03-31	**20,229** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
FY2024 SCE002188 종료 2025-03-31	**27,451** equal	CMP021 공개일 미확인	Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table

공통 비고 FY 시작연도. 전사 R&D이며 기판 전용 물량으로 환산하지 않았다.

LG Innotek Co., Ltd. LG_INNOTEK

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Camera Module · **범위** available_equipment_capacity_basis · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE002289 종료 2025-12-31	**81.7** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 591411 thousand_modules/year, 분자 483093 thousand_modules/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Camera Module · **범위** total_equipment_capacity_basis · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002228 종료 2017-12-31	**70.7** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 406700 thousand_modules/year, 분자 287423 thousand_modules/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2019 SCE002247 종료 2019-12-31	**41.9** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 519600 thousand_modules/year, 분자 217890 thousand_modules/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2021 SCE002262 종료 2021-12-31	**69.8** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 584058 thousand_modules/year, 분자 407407 thousand_modules/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2023 SCE002275 종료 2023-12-31	**52.5** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 825085 thousand_modules/year, 분자 432791 thousand_modules/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** reported_product_group · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002235 종료 2017-12-31	**74.4** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 393 thousand_sheets/year, 분자 293 thousand_sheets/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2019 SCE002252 종료 2019-12-31	**94.5** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 397 thousand_sheets/year, 분자 375 thousand_sheets/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2021 SCE002267 종료 2021-12-31	**98.7** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 769 thousand_sheets/year, 분자 759 thousand_sheets/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2023 SCE002279 종료 2023-12-31	**63.2** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 947 thousand_sheets/year, 분자 598 thousand_sheets/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2025 SCE002296 종료 2025-12-31	**80.8** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 1017 thousand_sheets/year, 분자 822 thousand_sheets/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Tape substrates · **범위** reported_product_group · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002242 종료 2017-12-31	**92.9** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 16790 thousand_meters/year, 분자 15595 thousand_meters/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2019 SCE002257 종료 2019-12-31	**94.6** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 17432 thousand_meters/year, 분자 16487 thousand_meters/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2021 SCE002272 종료 2021-12-31	**93.2** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 22002 thousand_meters/year, 분자 20516 thousand_meters/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2023 SCE002282 종료 2023-12-31	**63.3** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 24585 thousand_meters/year, 분자 15567 thousand_meters/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.
2025 SCE002303 종료 2025-12-31	**63.9** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 공시 가동률. 분모 23601 thousand_meters/year, 분자 15080 thousand_meters/year. 서로 다른 빈티지 생산능력과 결합하지 않는다.

연간 기판 생산능력 pcb_production_capacity

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** reported_product_group · **단위** thousand_sheets/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015 SCE002229 종료 2015-12-31	**340** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2016 SCE002231 종료 2016-12-31	**360** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2017 SCE002233 종료 2017-12-31	**393** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2018 SCE002248 종료 2018-12-31	**401** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2019 SCE002250 종료 2019-12-31	**397** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2020 SCE002263 종료 2020-12-31	**528** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2021 SCE002265 종료 2021-12-31	**769** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2022 SCE002277 종료 2022-12-31	**914** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002290 종료 2023-12-31	**947** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2024 SCE002292 종료 2024-12-31	**957** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2025 SCE002294 종료 2025-12-31	**1,017** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

공통 비고 원문 연간 수량. 시트 크기·완성 모델 믹스 미공개로 천 시트→m²/기판 개수 변환하지 않는다. Tape는 2017 보고서의 미터 기준(2015–2016 재작성).

연간 기판 생산능력 pcb_production_capacity

제품·기술 Tape substrates · **범위** reported_product_group · **단위** thousand_meters/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015 SCE002236 종료 2015-12-31	**16,060** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2016 SCE002238 종료 2016-12-31	**16,790** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2017 SCE002240 종료 2017-12-31	**16,790** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2018 SCE002253 종료 2018-12-31	**16,790** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2019 SCE002255 종료 2019-12-31	**17,432** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2020 SCE002268 종료 2020-12-31	**19,513** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2021 SCE002270 종료 2021-12-31	**22,002** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2022 SCE002280 종료 2022-12-31	**23,525** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2023 SCE002297 종료 2023-12-31	**24,585** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2024 SCE002299 종료 2024-12-31	**24,156** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2025 SCE002301 종료 2025-12-31	**23,601** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

공통 비고 원문 연간 수량. 시트 크기·완성 모델 믹스 미공개로 천 시트→m²/기판 개수 변환하지 않는다. Tape는 2017 보고서의 미터 기준(2015–2016 재작성).

연간 기판 생산량 pcb_production_volume

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** reported_product_group · **단위** thousand_sheets/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015 SCE002230 종료 2015-12-31	**270** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2016 SCE002232 종료 2016-12-31	**273** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2017 SCE002234 종료 2017-12-31	**293** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2018 SCE002249 종료 2018-12-31	**363** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2019 SCE002251 종료 2019-12-31	**375** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2020 SCE002264 종료 2020-12-31	**514** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2021 SCE002266 종료 2021-12-31	**759** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2022 SCE002278 종료 2022-12-31	**849** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2023 SCE002291 종료 2023-12-31	**598** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2024 SCE002293 종료 2024-12-31	**724** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2025 SCE002295 종료 2025-12-31	**822** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

공통 비고 원문 연간 수량. 시트 크기·완성 모델 믹스 미공개로 천 시트→m^2/기판 개수 변환하지 않는다. Tape는 2017 보고서의 미터 기준(2015–2016 재작성).

연간 기판 생산량 pcb_production_volume

제품·기술 Tape substrates · **범위** reported_product_group · **단위** thousand_meters/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015 SCE002237 종료 2015-12-31	**13,168** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2016 SCE002239 종료 2016-12-31	**14,774** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002241 종료 2017-12-31	**15,595** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2018 SCE002254 종료 2018-12-31	**16,341** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2019 SCE002256 종료 2019-12-31	**16,487** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2020 SCE002269 종료 2020-12-31	**18,664** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2021 SCE002271 종료 2021-12-31	**20,516** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2022 SCE002281 종료 2022-12-31	**14,490** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2023 SCE002298 종료 2023-12-31	**15,567** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2024 SCE002300 종료 2024-12-31	**16,030** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2025 SCE002302 종료 2025-12-31	**15,080** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

공통 비고 원문 연간 수량. 시트 크기·완성 모델 믹스 미공개로 천 시트→m²/기판 개수 변환하지 않는다. Tape는 2017 보고서의 미터 기준(2015–2016 재작성).

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Camera Module · **범위** available_equipment_capacity_basis_restated · **단위** thousand_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002283 종료 2023-12-31	**646,927** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2024 SCE002285 종료 2024-12-31	**623,513** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2025 SCE002287 종료 2025-12-31	**591,411** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

공통 비고 원문 연간 수량. 시트 크기·완성 모델 믹스 미공개로 천 시트→m²/기판 개수 변환하지 않는다. Tape는 2017 보고서의 미터 기준(2015–2016 재작성). 카메라는 2024 보고서부터 총 Capa→실제 가용설비 Capa로 변경했고 2023 비교치를 재작성했다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Camera Module · **범위** total_equipment_capacity_basis · **단위** thousand_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015 SCE002222 종료 2015-12-31	**333,600** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2016 SCE002224 종료 2016-12-31	**306,600** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2017 SCE002226 종료 2017-12-31	**406,700** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2018 SCE002243 종료 2018-12-31	**514,800** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2019 SCE002245 종료 2019-12-31	**519,600** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2020 SCE002258 종료 2020-12-31	**497,780** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2021 SCE002260 종료 2021-12-31	**584,058** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2022 SCE002273 종료 2022-12-31	**769,122** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

공통 비고 원문 연간 수량. 시트 크기·완성 모델 믹스 미공개로 천 시트→m^2/기판 개수 변환하지 않는다. Tape는 2017 보고서의 미터 기준(2015–2016 재작성). 카메라는 2024 보고서부터 총 Capa→실제 가용설비 Capa로 변경했고 2023 비교치를 재작성했다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Camera Module · **범위** total_equipment_capacity_basis_prior_to_restatement · **단위** thousand_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002276 종료 2023-12-31	**825,085** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률 2023 보고서의 기존 총설비 Capa. 이후 646927천모듈 가용설비 재작성 수치와 분모가 다르므로 합산하지 않는다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Camera Module · **범위** available_equipment_capacity_basis_restated · **단위** thousand_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002284 종료 2023-12-31	**432,791** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002286 종료 2024-12-31	**441,631** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2025 SCE002288 종료 2025-12-31	**483,093** equal	CMP027 2026-03-12	2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

공통 비고 원문 연간 수량. 시트 크기·완성 모델 믹스 미공개로 천 시트→m²/기판 개수 변환하지 않는다. Tape는 2017 보고서의 미터 기준(2015–2016 재작성). 카메라는 2024 보고서부터 총 Capa→실제 가용설비 Capa로 변경했고 2023 비교치를 재작성했다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Camera Module · **범위** total_equipment_capacity_basis · **단위** thousand_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015 SCE002223 종료 2015-12-31	**234,556** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2016 SCE002225 종료 2016-12-31	**215,805** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2017 SCE002227 종료 2017-12-31	**287,423** equal	CMP023 2018-04-02	2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2018 SCE002244 종료 2018-12-31	**235,235** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2019 SCE002246 종료 2019-12-31	**217,890** equal	CMP024 2020-03-30	2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2020 SCE002259 종료 2020-12-31	**270,266** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2021 SCE002261 종료 2021-12-31	**407,407** equal	CMP025 2022-02-22	2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
2022 SCE002274 종료 2022-12-31	**437,432** equal	CMP026 2024-02-28	2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률

공통 비고 원문 연간 수량. 시트 크기·완성 모델 믹스 미공개로 천 시트→m²/기판 개수 변환하지 않는다. Tape는 2017 보고서의 미터 기준(2015–2016 재작성). 카메라는 2024 보고서부터 총 Capa→실제 가용설비 Capa로 변경했고 2023 비교치를 재작성했다.

Murata Manufacturing Co., Ltd. MURATA

감가상각비 depreciation_amortization

제품·기술 All operations including components, devices and modules · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS (FY2022 restated)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002208 종료 2023-03-31	**169,618** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2023 SCE002209 종료 2024-03-31	**175,873** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2024 SCE002210 종료 2025-03-31	**173,335** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary

공통 비고 전사 보조 금융지표, MLCC 전용 금액이나 물량이 아니다. FY2024는 2024-04-01~2025-03-31. FY2023 IFRS 도입, FY2022 비교치 재작성. 이전 연도 US-GAAP.

감가상각비 depreciation_amortization

제품·기술 All operations including components, devices and modules · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US-GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE002200 종료 2015-03-31	**84,935** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2015 SCE002201 종료 2016-03-31	**99,105** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2016 SCE002202 종료 2017-03-31	**113,523** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2017 SCE002203 종료 2018-03-31	**141,625** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2018 SCE002204 종료 2019-03-31	**124,419** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2019 SCE002205 종료 2020-03-31	**140,267** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2020 SCE002206 종료 2021-03-31	**143,074** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2021 SCE002207 종료 2022-03-31	**155,583** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary

공통 비고 전사 보조 금융지표, MLCC 전용 금액이나 물량이 아니다. FY2024는 2024-04-01~2025-03-31. FY2023 IFRS 도입, FY2022 비교치 재작성. 이전 연도 US-GAAP.

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 All operations including components, devices and modules · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS (FY2022 restated)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002197 종료 2023-03-31	**207,985** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2023 SCE002198 종료 2024-03-31	**219,531** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2024 SCE002199 종료 2025-03-31	**180,471** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary

공통 비고 전사 보조 금융지표, MLCC 전용 금액이나 물량이 아니다. FY2024는 2024-04-01~2025-03-31. FY2023 IFRS 도입, FY2022 비교치 재작성. 이전 연도 US-GAAP.

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 All operations including components, devices and modules · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US-GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE002189 종료 2015-03-31	**101,184** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2015 SCE002190 종료 2016-03-31	**172,540** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2016 SCE002191 종료 2017-03-31	**158,579** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2017 SCE002192 종료 2018-03-31	**306,608** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2018 SCE002193 종료 2019-03-31	**291,581** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2019 SCE002194 종료 2020-03-31	**281,599** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2020 SCE002195 종료 2021-03-31	**196,660** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2021 SCE002196 종료 2022-03-31	**152,786** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary

공통 비고 전사 보조 금융지표, MLCC 전용 금액이나 물량이 아니다. FY2024는 2024-04-01~2025-03-31. FY2023 IFRS 도입, FY2022 비교치 재작성. 이전 연도 US-GAAP.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 All operations including components, devices and modules · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS (FY2022 restated)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002219 종료 2023-03-31	**124,660** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2023 SCE002220 종료 2024-03-31	**132,502** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2024 SCE002221 종료 2025-03-31	**149,274** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary

공통 비고 전사 보조 금융지표, MLCC 전용 금액이나 물량이 아니다. FY2024는 2024-04-01~2025-03-31. FY2023 IFRS 도입, FY2022 비교치 재작성. 이전 연도 US-GAAP.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 All operations including components, devices and modules · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US-GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE002211 종료 2015-03-31	**64,990** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2015 SCE002212 종료 2016-03-31	**77,982** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2016 SCE002213 종료 2017-03-31	**81,809** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2017 SCE002214 종료 2018-03-31	**94,181** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2018 SCE002215 종료 2019-03-31	**101,589** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2019 SCE002216 종료 2020-03-31	**102,486** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2020 SCE002217 종료 2021-03-31	**101,727** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
FY2021 SCE002218 종료 2022-03-31	**111,297** equal	CMP022 공개일 미확인	Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary

공통 비고 전사 보조 금융지표, MLCC 전용 금액이나 물량이 아니다. FY2024는 2024-04-01~2025-03-31. FY2023 IFRS 도입, FY2022 비교치 재작성. 이전 연도 US-GAAP.

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation NAN_YA_PCB

기판 판매면적 pcb_sales_volume

제품·기술 PCB including IC substrates · **범위** domestic_sales · **단위** thousand_square_feet/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002150 종료 2021-12-31	**4,952** equal	CMP019 2023-04-24	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
2022 SCE002146 종료 2022-12-31	**4,771** equal	CMP019 2023-04-24	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
2023 SCE002154 종료 2023-12-31	**2,730** equal	CMP020 2024-04-29	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 150–151

공통 비고 국내/수출 판매면적 원문값. 생산량과 범위 차이를 무시해 수율·재고로 환산하지 않는다.

기판 판매면적 pcb_sales_volume

제품·기술 PCB including IC substrates · **범위** export_sales · **단위** thousand_square_feet/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002151 종료 2021-12-31	**17,576** equal	CMP019 2023-04-24	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
2022 SCE002147 종료 2022-12-31	**13,998** equal	CMP019 2023-04-24	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
2023 SCE002155 종료 2023-12-31	**11,335** equal	CMP020 2024-04-29	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 150–151

공통 비고 국내/수출 판매면적 원문값. 생산량과 범위 차이를 무시해 수율·재고로 환산하지 않는다.

연간 기판 생산능력 pcb_production_capacity

제품·기술 PCB including IC substrates · **범위** annual_report_production_table · **단위** thousand_square_feet/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002148 종료 2021-12-31	**28,320** equal	CMP019 2023-04-24	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
2022 SCE002144 종료 2022-12-31	**28,530** equal	CMP019 2023-04-24	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
2023 SCE002152 종료 2023-12-31	**29,880** equal	CMP020 2024-04-29	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 150–151

공통 비고 면적 KSF 기준. 제품 믹스·시트 크기 차이로 패키지 개수로 환산하지 않는다.

연간 기판 생산량 pcb_production_volume

제품·기술 PCB including IC substrates · **범위** annual_report_production_table · **단위** thousand_square_feet/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002149 종료 2021-12-31	**19,581** equal	CMP019 2023-04-24	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
2022 SCE002145 종료 2022-12-31	**14,478** equal	CMP019 2023-04-24	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
2023 SCE002153 종료 2023-12-31	**11,158** equal	CMP020 2024-04-29	Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 150–151

공통 비고 면적 KSF 기준. 제품 믹스·시트 크기 차이로 패키지 개수로 환산하지 않는다.

Samsung Electro-Mechanics SAMSUNG_ELECTRO_MECHANICS

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Camera and communication modules · **범위** global_finished_products_2020_legacy_portfolio · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002368 종료 2020-12-31	**58** equal	CMP055 공개일 미확인	2020 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 208, 분자 121 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Camera and communication modules · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002371 종료 2023-12-31	**76** equal	CMP056 공개일 미확인	2023 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 158, 분자 121 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Camera and communication modules · **범위** global_finished_products_reported_utilization · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE002091 종료 2018-12-31	**43** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2021 SCE002100 종료 2021-12-31	**52** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2022 SCE002121 종료 2022-12-31	**59** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 원문 반올림 가동률. 생산량/능력을 재계산해 다른 연도 가동률을 생성하지 않았다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Camera modules · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002374 종료 2024-12-31	**72** equal	CMP057 공개일 미확인	2024 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 158, 분자 114 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Camera modules · **범위** global_finished_products_reported_utilization · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE002142 종료 2025-12-31	**66** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률 원문 반올림 가동률. 생산량/능력을 재계산해 다른 연도 가동률을 생성하지 않았다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Package substrates, HDI PCBs and PLP · **범위** global_finished_products_reported_utilization · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE002092 종료 2018-12-31	**60** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률 원문 반올림 가동률. 생산량/능력을 재계산해 다른 연도 가동률을 생성하지 않았다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_2020_legacy_portfolio · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002367 종료 2020-12-31	**92** equal	CMP055 공개일 미확인	2020 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 10964, 분자 10079 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002370 종료 2023-12-31	**70** equal	CMP056 공개일 미확인	2023 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 12568, 분자 8809 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.
2024 SCE002373 종료 2024-12-31	**81** equal	CMP057 공개일 미확인	2024 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 12419, 분자 10018 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_reported_utilization · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE002090 종료 2018-12-31	**91** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2021 SCE002099 종료 2021-12-31	**89** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2022 SCE002120 종료 2022-12-31	**58** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2025 SCE002141 종료 2025-12-31	**93** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 원문 반올림 가동률. 생산량/능력을 재계산해 다른 연도 가동률을 생성하지 않았다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002372 종료 2023-12-31	**58** equal	CMP056 공개일 미확인	2023 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 784, 분자 458 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.
2024 SCE002375 종료 2024-12-31	**65** equal	CMP057 공개일 미확인	2024 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 788, 분자 509 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** global_finished_products_reported_utilization · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002101 종료 2021-12-31	**99** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2022 SCE002122 종료 2022-12-31	**89** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2025 SCE002143 종료 2025-12-31	**70** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 원문 반올림 가동률. 생산량/능력을 재계산해 다른 연도 가동률을 생성하지 않았다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 Semiconductor package substrates and rigid-flex PCBs · **범위** global_finished_products_2020_legacy_portfolio · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002369 종료 2020-12-31	**77** equal	CMP055 공개일 미확인	2020 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률 원문 가동률. 분모 1081, 분자 829 (제품 원문 수량 단위). 2020 기판은 RFPCB 포함 범위로 이후 재작성된 패키지기판 전용 능력과 결합하지 않는다.

연간 기판 생산능력 pcb_production_capacity

제품·기술 Package substrates, HDI PCBs and PLP · **범위** global_finished_products_legacy_portfolio · **단위** thousand_m2/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE002076 종료 2016-12-31	**1,821** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002082 종료 2017-12-31	**1,672** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2018 SCE002088 종료 2018-12-31	**2,042** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다. 기판은 패키지기판·HDI·PLP 합계로 이후 순수 패키지기판 범위와 직접 비교하지 않는다.

연간 기판 생산능력 pcb_production_capacity

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** thousand_m2/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002127 종료 2023-12-31	**784** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2024 SCE002133 종료 2024-12-31	**788** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2025 SCE002139 종료 2025-12-31	**810** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 기판 생산능력 pcb_production_capacity

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** global_finished_products_post_disposals_restated · **단위** thousand_m2/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002097 종료 2019-12-31	**582** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2020 SCE002106 종료 2020-12-31	**643** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2021 SCE002112 종료 2021-12-31	**709** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2022 SCE002118 종료 2022-12-31	**784** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 기판 생산량 pcb_production_volume

제품·기술 Package substrates, HDI PCBs and PLP · **범위** global_finished_products_legacy_portfolio · **단위** thousand_m2/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE002077 종료 2016-12-31	**1,373** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2017 SCE002083 종료 2017-12-31	**1,382** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2018 SCE002089 종료 2018-12-31	**1,231** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다. 기판은 패키지기판·HDI·PLP 합계로 이후 순수 패키지기판 범위와 직접 비교하지 않는다.

연간 기판 생산량 pcb_production_volume

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** thousand_m2/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002128 종료 2023-12-31	**458** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2024 SCE002134 종료 2024-12-31	**509** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2025 SCE002140 종료 2025-12-31	**565** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 기판 생산량 pcb_production_volume

제품·기술 Semiconductor package substrates · **범위** global_finished_products_post_disposals_restated · **단위** thousand_m2/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002098 종료 2019-12-31	**495** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2020 SCE002107 종료 2020-12-31	**600** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2021 SCE002113 종료 2021-12-31	**703** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE002119 종료 2022-12-31	**699** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Camera and communication modules · **범위** global_finished_products_legacy_portfolio · **단위** million_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE002074 종료 2016-12-31	**360** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2017 SCE002080 종료 2017-12-31	**432** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2018 SCE002086 종료 2018-12-31	**459** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다. 기판은 패키지기판·HDI·PLP 합계로 이후 순수 패키지기판 범위와 직접 비교하지 않는다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Camera and communication modules · **범위** global_finished_products_post_disposals_restated · **단위** million_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002095 종료 2019-12-31	**266** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2020 SCE002104 종료 2020-12-31	**208** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2021 SCE002110 종료 2021-12-31	**284** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2022 SCE002116 종료 2022-12-31	**195** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Camera modules · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** million_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002125 종료 2023-12-31	**158** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2024 SCE002131 종료 2024-12-31	**158** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2025 SCE002137 종료 2025-12-31	**149** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** 100_million_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002123 종료 2023-12-31	**12,568** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2024 SCE002129 종료 2024-12-31	**12,419** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2025 SCE002135 종료 2025-12-31	**11,159** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_legacy_portfolio · **단위** 100_million_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE002072 종료 2016-12-31	**9,406** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2017 SCE002078 종료 2017-12-31	**10,311** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2018 SCE002084 종료 2018-12-31	**9,944** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다. 기판은 패키지기판·HDI·PLP 합계로 이후 순수 패키지기판 범위와 직접 비교하지 않는다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_post_disposals_restated · **단위** 100_million_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002093 종료 2019-12-31	**10,033** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2020 SCE002102 종료 2020-12-31	**10,964** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2021 SCE002108 종료 2021-12-31	**13,689** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2022 SCE002114 종료 2022-12-31	**12,445** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Camera and communication modules · **범위** global_finished_products_legacy_portfolio · **단위** million_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE002075 종료 2016-12-31	**213** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2017 SCE002081 종료 2017-12-31	**227** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2018 SCE002087 종료 2018-12-31	**197** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다. 기판은 패키지기판·HDI·PLP 합계로 이후 순수 패키지기판 범위와 직접 비교하지 않는다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Camera and communication modules · **범위** global_finished_products_post_disposals_restated · **단위** million_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002096 종료 2019-12-31	**114** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2020 SCE002105 종료 2020-12-31	**121** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002111 종료 2021-12-31	**147** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2022 SCE002117 종료 2022-12-31	**115** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Camera modules · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** million_modules/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002126 종료 2023-12-31	**121** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2024 SCE002132 종료 2024-12-31	**114** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2025 SCE002138 종료 2025-12-31	**98** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_current_portfolio · **단위** 100_million_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002124 종료 2023-12-31	**8,809** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2024 SCE002130 종료 2024-12-31	**10,018** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2025 SCE002136 종료 2025-12-31	**10,363** equal	CMP018 공개일 미확인	2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_legacy_portfolio · **단위** 100_million_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE002073 종료 2016-12-31	**7,136** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2017 SCE002079 종료 2017-12-31	**7,439** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2018 SCE002085 종료 2018-12-31	**9,058** equal	CMP015 공개일 미확인	2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다. 기판은 패키지기판·HDI·PLP 합계로 이후 순수 패키지기판 범위와 직접 비교하지 않는다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Passive devices including MLCC, inductors and chip resistors · **범위** global_finished_products_post_disposals_restated · **단위** 100_million_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002094 종료 2019-12-31	**7,294** equal	CMP016 공개일 미확인	2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2020 SCE002103 종료 2020-12-31	**10,079** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2021 SCE002109 종료 2021-12-31	**12,188** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
2022 SCE002115 종료 2022-12-31	**7,227** equal	CMP017 공개일 미확인	2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률

공통 비고 글로벌 완제품 기준. 수동소자는 순수 MLCC 총량이 아니다. 2019–2020 비교치는 WiFi·5G mmWave 안테나 사업양도 및 RFPCB 영업정지 후 재작성되었다.

Shinko Electric Industries Co., Ltd. SHINKO_ELECTRIC

감가상각비 depreciation_expense

제품·기술 All consolidated package/interconnect operations · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Consolidated statement of cash flows

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2024 SCE002355 종료 2024-03-31	**27,639** equal	CMP051 공개일 미확인	PDF page 10 / printed page 8; Consolidated Statement of Cash Flows, years ended March 31, 2024 and 2025

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2025 SCE002356 종료 2025-03-31	**26,578** equal	CMP051 공개일 미확인	PDF page 10 / printed page 8; Consolidated Statement of Cash Flows, years ended March 31, 2024 and 2025

공통 비고 PPE·무형자산 취득은 현금유출 절대금액. 감가상각은 비현금 비용. FYE는 해당연도 3월말 종료 회계연도.

무형자산 현금취득 cash_purchase_intangible_assets

제품·기술 All consolidated package/interconnect operations · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Consolidated statement of cash flows

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2024 SCE002353 종료 2024-03-31	**503** equal	CMP051 공개일 미확인	PDF page 10 / printed page 8; Consolidated Statement of Cash Flows, years ended March 31, 2024 and 2025
FYE2025 SCE002354 종료 2025-03-31	**240** equal	CMP051 공개일 미확인	PDF page 10 / printed page 8; Consolidated Statement of Cash Flows, years ended March 31, 2024 and 2025

공통 비고 PPE·무형자산 취득은 현금유출 절대금액. 감가상각은 비현금 비용. FYE는 해당연도 3월말 종료 회계연도.

유형자산 현금취득 cash_purchase_property_plant_equipment

제품·기술 All consolidated package/interconnect operations · **범위** consolidated_company · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Consolidated statement of cash flows

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2024 SCE002351 종료 2024-03-31	**71,928** equal	CMP051 공개일 미확인	PDF page 10 / printed page 8; Consolidated Statement of Cash Flows, years ended March 31, 2024 and 2025
FYE2025 SCE002352 종료 2025-03-31	**46,384** equal	CMP051 공개일 미확인	PDF page 10 / printed page 8; Consolidated Statement of Cash Flows, years ended March 31, 2024 and 2025

공통 비고 PPE·무형자산 취득은 현금유출 절대금액. 감가상각은 비현금 비용. FYE는 해당연도 3월말 종료 회계연도.

Taiyo Yuden Co., Ltd. TAIYO_YUDEN

부품 수주출하비율 component_book_to_bill_ratio

제품·기술 Capacitors · **범위** capacitor_segment_orders_received_divided_by_net_sales · **단위** ratio · **기간** fiscal_quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2024-Q1 SCE002331 종료 2023-06-30	**0.93** equal	CMP038 2024-08-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2024-Q2 SCE002332 종료 2023-09-30	**1.01** equal	CMP038 2024-08-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2024-Q3 SCE002333 종료 2023-12-31	**1.07** equal	CMP038 2024-08-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2024-Q4 SCE002334 종료 2024-03-31	**0.97** equal	CMP038 2024-08-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2025-Q1 SCE002335 종료 2024-06-30	**1.05** equal	CMP049 2026-05-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2025-Q2 SCE002336 종료 2024-09-30	**1.0** equal	CMP049 2026-05-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2025-Q3 SCE002337 종료 2024-12-31	**1.07** equal	CMP049 2026-05-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2025-Q4 SCE002338 종료 2025-03-31	**1.05** equal	CMP049 2026-05-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2026-Q1 SCE002339 종료 2025-06-30	**0.95** equal	CMP049 2026-05-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2026-Q2 SCE002340 종료 2025-09-30	**0.88** equal	CMP049 2026-05-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2026-Q3 SCE002341 종료 2025-12-31	**1.08** equal	CMP049 2026-05-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2026-Q4 SCE002342 종료 2026-03-31	**1.31** equal	CMP049 2026-05-08	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row
FYE2027-Q1 SCE002343 종료 2026-06-30	**1.72** equal	CMP046 2026-08-05	Orders received / order backlog; capacitor BB ratio row

공통 비고 금액 기준 수주액/매출액 비율. 물리적 개수 수주/출하 비율이 아니며 후속 실제 출하량과 동일하지 않다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 MLCC / capacitor products · **범위** company_forecast_capacitor_utilization · **단위** percent · **기간** fiscal_quarter · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2023-Q3 SCE002323 종료 2022-12-31	**약 70** approximately	CMP031 2022-11-15	Q&A forecast utilization passage
FYE2023-Q4 SCE002324 종료 2023-03-31	**약 70** approximately	CMP031 2022-11-15	Q&A forecast utilization passage
FYE2023-Q4 SCE002325 종료 2023-03-31	**약 50** approximately	CMP032 2023-02-16	Q&A forecast utilization passage
FYE2024-Q3 SCE002326 종료 2023-12-31	**약 70** approximately	CMP035 2023-11-17	Q&A forecast utilization passage

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2024-Q4 SCE002327 종료 2024-03-31	**70–75** range	CMP036 2024-02-20	Q&A forecast utilization passage
FYE2026-Q3 SCE002328 종료 2025-12-31	**85–90** range	CMP047 2025-11-14	Q&A forecast utilization passage
FYE2026-Q4 SCE002329 종료 2026-03-31	**80–85** range	CMP047 2025-11-14	Q&A forecast utilization passage
FYE2027-Q2 SCE002330 종료 2026-09-30	**약 95** approximately	CMP048 2026-08-19	Q&A forecast utilization passage

공통 비고 발표 당시 회사 전망. 목표 분기가 지났어도 실적으로 바꾸지 않는다.

생산능력 가동률 capacity_utilization

제품·기술 MLCC / capacitor products · **범위** company_reported_capacitor_utilization · **단위** percent · **기간** fiscal_quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률 · **보고 기준** Fiscal year ends March 31; utilization disclosed by company

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2022-Q3 SCE002304 종료 2021-12-31	**95** equal	CMP028 2022-02-15	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2022-Q4 SCE002305 종료 2022-03-31	**about 90%** approximately	CMP029 2022-05-17	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2023-Q1 SCE002306 종료 2022-06-30	**85–90%** range	CMP030 2022-08-19	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2023-Q2 SCE002307 종료 2022-09-30	**about 80%** approximately	CMP031 2022-11-15	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2023-Q3 SCE002308 종료 2022-12-31	**60–65%** range	CMP032 2023-02-16	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2023-Q4 SCE002309 종료 2023-03-31	**50** equal	CMP033 2023-05-18	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2024-Q1 SCE002310 종료 2023-06-30	**60–65%** range	CMP034 2023-08-21	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2024-Q2 SCE002311 종료 2023-09-30	**around 65%** approximately	CMP035 2023-11-17	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2024-Q3 SCE002312 종료 2023-12-31	**65–70%** range	CMP036 2024-02-20	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2024-Q4 SCE002313 종료 2024-03-31	**70–75%** range	CMP037 2024-05-17	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2025-Q1 SCE002314 종료 2024-06-30	**just under 80%** less_than_or_equal	CMP038 2024-08-08	Results by product classification notes; capacitor utilization

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FYE2025-Q2 SCE002315 종료 2024-09-30	**80–85%** range	CMP039 2024-11-07	Results by product classification notes; capacitor utilization
FYE2025-Q3 SCE002316 종료 2024-12-31	**75** equal	CMP040 2025-02-07	Results by product classification notes; capacitor utilization
FYE2025-Q4 SCE002317 종료 2025-03-31	**about 80%** approximately	CMP041 2025-05-19	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2026-Q1 SCE002318 종료 2025-06-30	**approximately 85%** approximately	CMP042 2025-08-05	Results by product classification notes; capacitor utilization
FYE2026-Q2 SCE002319 종료 2025-09-30	**approximately 85–90%** range	CMP043 2025-11-06	Results by product classification notes; capacitor utilization
FYE2026-Q3 SCE002320 종료 2025-12-31	**around 85%** approximately	CMP044 2026-02-06	Results by product classification notes; capacitor utilization
FYE2026-Q4 SCE002321 종료 2026-03-31	**just under 85%** less_than_or_equal	CMP045 2026-05-18	Q&A actual MLCC utilization passage
FYE2027-Q1 SCE002322 종료 2026-06-30	**around 85%** approximately	CMP046 2026-08-05	Results by product classification notes; capacitor utilization

공통 비고 FYE는 3월말 종료연도. 근사·범위·just under 원문 표현을 유지하며 중간값이나 절대생산량으로 환산하지 않았다.

Unimicron Technology Corp. UNIMICRON

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 All consolidated PCB and substrate operations · **범위** consolidated_company · **단위** thousand_TWD · **기간** calendar_year · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026 SCE002359 종료 2026-12-31	**34,000,000** equal	CMP052 2026-09-17	Printed pages 74 and 90; sections 4.1.3 R&D and 5.4.1 CAPEX
2027 SCE002360 종료 2027-12-31	**4,900,000** equal	CMP052 2026-09-17	Printed pages 74 and 90; sections 4.1.3 R&D and 5.4.1 CAPEX

공통 비고 2024–2025 실제. 2026 수요·시황에 따라 조정되는 예산. 2027은 장기납기 장비 예산만으로 연간 총 CAPEX 확정치가 아니다.

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 All consolidated PCB and substrate operations · **범위** consolidated_company · **단위** thousand_TWD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002357 종료 2024-12-31	**26,127,518** equal	CMP052 2026-09-17	Printed pages 74 and 90; sections 4.1.3 R&D and 5.4.1 CAPEX
2025 SCE002358 종료 2025-12-31	**25,617,186** equal	CMP052 2026-09-17	Printed pages 74 and 90; sections 4.1.3 R&D and 5.4.1 CAPEX

공통 비고 2024–2025 실제. 2026 수요·시황에 따라 조정되는 예산. 2027은 장기납기 장비 예산만으로 연간 총 CAPEX 확정치가 아니다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 All consolidated PCB and substrate operations · **범위** consolidated_company · **단위** thousand_TWD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE002361 종료 2025-12-31	**4,998,725** equal	CMP052 2026-09-17	Printed pages 74 and 90; sections 4.1.3 R&D and 5.4.1 CAPEX 2025 연간 R&D. 2026 보고서 인쇄일까지 부분연도 값을 연간값으로 넣지 않았다.

Walsin Technology Corporation WALSIN_TECHNOLOGY

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Chip resistors · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE001976 종료 2012-12-31	**273,868,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2013 SCE001984 종료 2013-12-31	**267,340,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2014 SCE001992 종료 2014-12-31	**281,002,071** equal	CMP005 공개일 미확인	PDF page 119; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2015 SCE002000 종료 2015-12-31	**301,065,492** equal	CMP006 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2016 SCE002008 종료 2016-12-31	**320,986,000** equal	CMP007 공개일 미확인	PDF page 123; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2017 SCE002016 종료 2017-12-31	**398,723,000** equal	CMP008 공개일 미확인	PDF page 102; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE002024 종료 2018-12-31	**544,409,000** equal	CMP009 공개일 미확인	PDF page 98; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2019 SCE002032 종료 2019-12-31	**638,912,000** equal	CMP010 공개일 미확인	PDF page 105; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2020 SCE002042 종료 2020-12-31	**601,824,000** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2021 SCE002050 종료 2021-12-31	**652,370,122** equal	CMP012 공개일 미확인	PDF page 142; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2022 SCE002058 종료 2022-12-31	**707,566,164** equal	CMP013 공개일 미확인	PDF page 137; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2023 SCE002066 종료 2023-12-31	**665,749,100** equal	CMP014 2024-04-30	PDF page 139; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Chip resistors · **범위** parent_company_only · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE001946 종료 2008-12-31	**2,280,000** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2009 SCE001952 종료 2009-12-31	**500,000** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2010 SCE001958 종료 2010-12-31	**960,000** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2011 SCE001964 종료 2011-12-31	**800,000** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2012 SCE001970 종료 2012-12-31	**600,000** equal	CMP003 공개일 미확인	PDF page 121; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Disc capacitors · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE001978 종료 2012-12-31	**1,974,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2013 SCE001986 종료 2013-12-31	**1,974,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2014 SCE001994 종료 2014-12-31	**1,974,000** equal	CMP005 공개일 미확인	PDF page 119; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2015 SCE002002 종료 2015-12-31	**1,974,000** equal	CMP006 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2016 SCE002010 종료 2016-12-31	**1,974,000** equal	CMP007 공개일 미확인	PDF page 123; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2017 SCE002018 종료 2017-12-31	**1,974,000** equal	CMP008 공개일 미확인	PDF page 102; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2018 SCE002026 종료 2018-12-31	**2,115,600** equal	CMP009 공개일 미확인	PDF page 98; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2019 SCE002034 종료 2019-12-31	**2,115,600** equal	CMP010 공개일 미확인	PDF page 105; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 MLCC · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE001974 종료 2012-12-31	**222,718,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2013 SCE001982 종료 2013-12-31	**234,817,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2014 SCE001990 종료 2014-12-31	**246,760,000** equal	CMP005 공개일 미확인	PDF page 119; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2015 SCE001998 종료 2015-12-31	**270,760,000** equal	CMP006 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2016 SCE002006 종료 2016-12-31	**307,122,000** equal	CMP007 공개일 미확인	PDF page 123; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002014 종료 2017-12-31	**361,330,000** equal	CMP008 공개일 미확인	PDF page 102; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2018 SCE002022 종료 2018-12-31	**457,166,000** equal	CMP009 공개일 미확인	PDF page 98; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2019 SCE002030 종료 2019-12-31	**542,666,000** equal	CMP010 공개일 미확인	PDF page 105; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2020 SCE002040 종료 2020-12-31	**564,412,700** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2021 SCE002048 종료 2021-12-31	**642,521,000** equal	CMP012 공개일 미확인	PDF page 142; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2022 SCE002056 종료 2022-12-31	**654,656,000** equal	CMP013 공개일 미확인	PDF page 137; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2023 SCE002064 종료 2023-12-31	**655,989,000** equal	CMP014 2024-04-30	PDF page 139; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 MLCC · **범위** consolidated_group_restated_2020_vintage · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002038 종료 2019-12-31	**544,781,600** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生產量值 / output volume and value table 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다. 2019 보고서 대비 MLCC 비교치가 달라 2020 보고서 빈티지로 별도 보존했다. 제품행 원문 그대로이며 합계행으로 역산하지 않았다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 MLCC · **범위** parent_company_only · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE001944 종료 2008-12-31	**67,800,000** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2009 SCE001950 종료 2009-12-31	**61,800,000** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2010 SCE001956 종료 2010-12-31	**55,950,000** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE001962 종료 2011-12-31	**60,000,000** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2012 SCE001968 종료 2012-12-31	**60,000,000** equal	CMP003 공개일 미확인	PDF page 121; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 Protection components · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002046 종료 2020-12-31	**11,100,000** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2021 SCE002054 종료 2021-12-31	**20,000,000** equal	CMP012 공개일 미확인	PDF page 142; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2022 SCE002062 종료 2022-12-31	**20,000,000** equal	CMP013 공개일 미확인	PDF page 137; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2023 SCE002070 종료 2023-12-31	**26,000,000** equal	CMP014 2024-04-30	PDF page 139; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 RF · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE001980 종료 2012-12-31	**470,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2013 SCE001988 종료 2013-12-31	**740,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2014 SCE001996 종료 2014-12-31	**840,000** equal	CMP005 공개일 미확인	PDF page 119; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2015 SCE002004 종료 2015-12-31	**1,080,000** equal	CMP006 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2016 SCE002012 종료 2016-12-31	**1,290,000** equal	CMP007 공개일 미확인	PDF page 123; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002020 종료 2017-12-31	**1,290,000** equal	CMP008 공개일 미확인	PDF page 102; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2018 SCE002028 종료 2018-12-31	**1,800,000** equal	CMP009 공개일 미확인	PDF page 98; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2019 SCE002036 종료 2019-12-31	**1,800,000** equal	CMP010 공개일 미확인	PDF page 105; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2020 SCE002044 종료 2020-12-31	**2,760,000** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2021 SCE002052 종료 2021-12-31	**5,250,000** equal	CMP012 공개일 미확인	PDF page 142; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2022 SCE002060 종료 2022-12-31	**5,782,612** equal	CMP013 공개일 미확인	PDF page 137; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2023 SCE002068 종료 2023-12-31	**5,800,852** equal	CMP014 2024-04-30	PDF page 139; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산능력 component_production_capacity

제품·기술 RF · **범위** parent_company_only · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE001948 종료 2008-12-31	**216,000** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2009 SCE001954 종료 2009-12-31	**216,000** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2010 SCE001960 종료 2010-12-31	**313,500** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2011 SCE001966 종료 2011-12-31	**330,000** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2012 SCE001972 종료 2012-12-31	**382,500** equal	CMP003 공개일 미확인	PDF page 121; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Chip resistors · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE001977 종료 2012-12-31	**226,455,143** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2013 SCE001985 종료 2013-12-31	**222,536,336** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2014 SCE001993 종료 2014-12-31	**248,155,743** equal	CMP005 공개일 미확인	PDF page 119; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2015 SCE002001 종료 2015-12-31	**269,840,897** equal	CMP006 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2016 SCE002009 종료 2016-12-31	**303,580,483** equal	CMP007 공개일 미확인	PDF page 123; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2017 SCE002017 종료 2017-12-31	**388,964,467** equal	CMP008 공개일 미확인	PDF page 102; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2018 SCE002025 종료 2018-12-31	**499,800,272** equal	CMP009 공개일 미확인	PDF page 98; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2019 SCE002033 종료 2019-12-31	**367,106,913** equal	CMP010 공개일 미확인	PDF page 105; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2020 SCE002043 종료 2020-12-31	**499,398,766** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2021 SCE002051 종료 2021-12-31	**596,323,567** equal	CMP012 공개일 미확인	PDF page 142; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2022 SCE002059 종료 2022-12-31	**447,695,341** equal	CMP013 공개일 미확인	PDF page 137; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2023 SCE002067 종료 2023-12-31	**449,757,094** equal	CMP014 2024-04-30	PDF page 139; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Chip resistors · **범위** parent_company_only · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE001947 종료 2008-12-31	**2,026,298** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE001953 종료 2009-12-31	**470,502** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2010 SCE001959 종료 2010-12-31	**956,720** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2011 SCE001965 종료 2011-12-31	**671,421** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2012 SCE001971 종료 2012-12-31	**389,016** equal	CMP003 공개일 미확인	PDF page 121; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Disc capacitors · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE001979 종료 2012-12-31	**1,549,704** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2013 SCE001987 종료 2013-12-31	**1,451,619** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2014 SCE001995 종료 2014-12-31	**1,347,197** equal	CMP005 공개일 미확인	PDF page 119; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2015 SCE002003 종료 2015-12-31	**1,320,977** equal	CMP006 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2016 SCE002011 종료 2016-12-31	**1,353,407** equal	CMP007 공개일 미확인	PDF page 123; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2017 SCE002019 종료 2017-12-31	**1,682,744** equal	CMP008 공개일 미확인	PDF page 102; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2018 SCE002027 종료 2018-12-31	**1,920,568** equal	CMP009 공개일 미확인	PDF page 98; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2019 SCE002035 종료 2019-12-31	**1,876,915** equal	CMP010 공개일 미확인	PDF page 105; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 MLCC · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE001975 종료 2012-12-31	**154,137,954** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2013 SCE001983 종료 2013-12-31	**197,920,124** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2014 SCE001991 종료 2014-12-31	**219,700,371** equal	CMP005 공개일 미확인	PDF page 119; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2015 SCE001999 종료 2015-12-31	**257,929,854** equal	CMP006 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2016 SCE002007 종료 2016-12-31	**305,379,420** equal	CMP007 공개일 미확인	PDF page 123; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2017 SCE002015 종료 2017-12-31	**355,406,917** equal	CMP008 공개일 미확인	PDF page 102; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2018 SCE002023 종료 2018-12-31	**444,633,551** equal	CMP009 공개일 미확인	PDF page 98; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2019 SCE002031 종료 2019-12-31	**308,245,638** equal	CMP010 공개일 미확인	PDF page 105; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2020 SCE002041 종료 2020-12-31	**495,662,463** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2021 SCE002049 종료 2021-12-31	**527,236,220** equal	CMP012 공개일 미확인	PDF page 142; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2022 SCE002057 종료 2022-12-31	**298,866,847** equal	CMP013 공개일 미확인	PDF page 137; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2023 SCE002065 종료 2023-12-31	**327,913,150** equal	CMP014 2024-04-30	PDF page 139; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 MLCC · **범위** consolidated_group_restated_2020_vintage · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002039 종료 2019-12-31	**310,122,553** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生產量值 / output volume and value table 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다. 2019 보고서 대비 MLCC 비교치가 달라 2020 보고서 빈티지로 별도 보존했다. 제품행 원문 그대로이며 합계행으로 역산하지 않았다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 MLCC · **범위** parent_company_only · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE001945 종료 2008-12-31	**53,007,535** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2009 SCE001951 종료 2009-12-31	**35,055,315** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2010 SCE001957 종료 2010-12-31	**54,588,865** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2011 SCE001963 종료 2011-12-31	**45,599,658** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2012 SCE001969 종료 2012-12-31	**26,713,806** equal	CMP003 공개일 미확인	PDF page 121; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 Protection components · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002047 종료 2020-12-31	**9,571,946** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2021 SCE002055 종료 2021-12-31	**17,617,140** equal	CMP012 공개일 미확인	PDF page 142; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2022 SCE002063 종료 2022-12-31	**15,026,892** equal	CMP013 공개일 미확인	PDF page 137; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2023 SCE002071 종료 2023-12-31	**16,911,236** equal	CMP014 2024-04-30	PDF page 139; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 RF · **범위** consolidated_group · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE001981 종료 2012-12-31	**361,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2013 SCE001989 종료 2013-12-31	**652,000** equal	CMP004 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2014 SCE001997 종료 2014-12-31	**769,062** equal	CMP005 공개일 미확인	PDF page 119; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2015 SCE002005 종료 2015-12-31	**985,204** equal	CMP006 공개일 미확인	PDF page 116; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2016 SCE002013 종료 2016-12-31	**1,274,325** equal	CMP007 공개일 미확인	PDF page 123; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2017 SCE002021 종료 2017-12-31	**1,262,656** equal	CMP008 공개일 미확인	PDF page 102; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2018 SCE002029 종료 2018-12-31	**1,471,301** equal	CMP009 공개일 미확인	PDF page 98; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2019 SCE002037 종료 2019-12-31	**1,333,348** equal	CMP010 공개일 미확인	PDF page 105; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2020 SCE002045 종료 2020-12-31	**2,624,514** equal	CMP011 공개일 미확인	PDF page 140; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2021 SCE002053 종료 2021-12-31	**3,941,924** equal	CMP012 공개일 미확인	PDF page 142; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2022 SCE002061 종료 2022-12-31	**2,036,824** equal	CMP013 공개일 미확인	PDF page 137; 最近二年度生産量値 / output volume and value table
2023 SCE002069 종료 2023-12-31	**2,983,825** equal	CMP014 2024-04-30	PDF page 139; 最近二年度生産量値 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

연간 부품 생산량 component_production_volume

제품·기술 RF · **범위** parent_company_only · **단위** thousand_pieces/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE001949 종료 2008-12-31	**144,626** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2009 SCE001955 종료 2009-12-31	**203,392** equal	CMP001 공개일 미확인	PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2010 SCE001961 종료 2010-12-31	**307,648** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2011 SCE001967 종료 2011-12-31	**315,942** equal	CMP002 공개일 미확인	PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
2012 SCE001973 종료 2012-12-31	**360,915** equal	CMP003 공개일 미확인	PDF page 121; 最近二年度生產量值 / output volume and value table

공통 비고 수량은 천 개(Kpcs) 단위. 2008–2012 단독 범위와 2012 이후 연결 범위를 합산하거나 연속 성장률로 연결하지 않는다. 연간 생산능력이다.

Yageo Corporation YAGEO

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 All passive and sensor operations · **범위** company_and_subsidiaries · **단위** thousand_TWD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002350 종료 2024-12-31	**6,646,163** equal	CMP050 2025-05-02	Printed pages 69 and 84 / PDF pages 73 and 88; Revenue distribution / Major capital expenditures 전사 설비투자로 MLCC 전용 물량이나 생산능력으로 해석하지 않는다.

제품별 매출 비중 product_net_sales_share

제품·기술 Chip resistors · **범위** consolidated_company_revenue_mix · **단위** percent_of_net_sales · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002346 종료 2024-12-31	**14** equal	CMP050 2025-05-02	Printed pages 69 and 84 / PDF pages 73 and 88; Revenue distribution / Major capital expenditures 매출액 비중이며 개수·생산능력·출하 비중이 아니다. KEMET·Pulse 등 인수 후 연결 범위.

제품별 매출 비중 product_net_sales_share

제품·기술 MLCC · **범위** consolidated_company_revenue_mix · **단위** percent_of_net_sales · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002344 종료 2024-12-31	**19** equal	CMP050 2025-05-02	Printed pages 69 and 84 / PDF pages 73 and 88; Revenue distribution / Major capital expenditures 매출액 비중이며 개수·생산능력·출하 비중이 아니다. KEMET·Pulse 등 인수 후 연결 범위.

제품별 매출 비중 product_net_sales_share

제품·기술 Magnetics · **범위** consolidated_company_revenue_mix · **단위** percent_of_net_sales · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002347 종료 2024-12-31	**29** equal	CMP050 2025-05-02	Printed pages 69 and 84 / PDF pages 73 and 88; Revenue distribution / Major capital expenditures 매출액 비중이며 개수·생산능력·출하 비중이 아니다. KEMET·Pulse 등 인수 후 연결 범위.

제품별 매출 비중 product_net_sales_share

제품·기술 Other · **범위** consolidated_company_revenue_mix · **단위** percent_of_net_sales · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002349 종료 2024-12-31	**10** equal	CMP050 2025-05-02	Printed pages 69 and 84 / PDF pages 73 and 88; Revenue distribution / Major capital expenditures 매출액 비중이며 개수·생산능력·출하 비중이 아니다. KEMET·Pulse 등 인수 후 연결 범위.

제품별 매출 비중 product_net_sales_share

제품·기술 Sensors · **범위** consolidated_company_revenue_mix · **단위** percent_of_net_sales · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002348 종료 2024-12-31	**10** equal	CMP050 2025-05-02	Printed pages 69 and 84 / PDF pages 73 and 88; Revenue distribution / Major capital expenditures 매출액 비중이며 개수·생산능력·출하 비중이 아니다. KEMET·Pulse 등 인수 후 연결 범위.

제품별 매출 비중 product_net_sales_share

제품·기술 Tantalum capacitors · **범위** consolidated_company_revenue_mix · **단위** percent_of_net_sales · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002345 종료 2024-12-31	**18** equal	CMP050 2025-05-02	Printed pages 69 and 84 / PDF pages 73 and 88; Revenue distribution / Major capital expenditures 매출액 비중이며 개수·생산능력·출하 비중이 아니다. KEMET·Pulse 등 인수 후 연결 범위.

SUPPLY CHAIN · FRONTEND_EQUIPMENT

전공정·계측·검사 장비

250개 기록 · 12개 회사 · 1976-10 / 2014-07부터 원문 기준의 개별 기간

ASML 외의 장비 공급사를 증착·식각·세정·이온주입·열처리·CMP·코터/디벨로퍼·검사/계측·다이싱/박막화까지 넓혔다. 장비 물량 공개가 적은 업종이므로 물리적인 설치 기반·누적 출하와 금액 지표를 각각 정확한 명칭으로 저장했다. 매출액은 생산량이 아니다.

Lam의 연말 설치 기반은 2021년 약75,000,2022년84,000,2023년90,000,2024년96,000,2025년102,000챔버다. 시스템 한 대에 여러 챔버가 들어갈 수 있어 ASML EUV 대수와 직접 합산하지 않는다. Cryo nearly1,000과Kiyo >30,000은 제품군 subset이다. 설치 기반 순증을 신규 장비 출하로 간주하지 않는다.

TEL은 2026년3월 설치 기반100,000대 초과와 연간 증가 설명 범위 약4,000~6,000대를 제시했다. 후자를 각 연도의 실측 출하량으로 복제하지 않는다. FY2026은2026년3월 종료다. 2016~2026 데이터북의 매출·상각·유형자산 취득 현금지출과 2017~2026년 회사 정의 CAPEX·R&D를 담았다. 현금 PPE 취득과 회사 CAPEX는 별도 정의다.

SCREEN의2025년7월 세정장비 누적 출하15,000대 초과는 회사 전체의 현재 현역 장비 재고가 아니다. SPE 부문 매출과 전사 CAPEX·R&D·상각은 범위가 다르다. 2026년3월 SPE매출485,982백만JPY와2025년519,511백만JPY 차이에는 가격·제품 구성이 섞여 있어 대수 증감으로 해석할 수 없다.

DISCO는 레이저소 누적 출하가2014년7월1,000대,2020년3월2,000대,2026년2월4,000대 초과에 도달했다고 발표했다. 2025년말 기술발표 그림의4000 표기를2025년 확정 실적으로 채택하지 않았다. FY2025는2026년3월 종료이며 검수·인수 기준 매출과 출하액은 다르다. 원문 결산표의 FY2025 연결매출은436,889백만JPY다.

Applied Materials FY2025 Semiconductor Systems 매출은20,798백만USD다. DRAM26%,NAND7%,Foundry/logic/other67%의 분모는 이 부문 매출이다. AGS는 순수 서비스 외 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년Display는Corporate and Other에 통합되어 옛Display와 새Corporate and Other를 같은 범위로 연결하지 않는다.

KLA의 SPC부문은 관련 서비스를 포함하므로 SPC와 연결 Service매출을 더하면 중복이다. Wafer Inspection/Patterning은 제품군, SPC는 세그먼트라는 다른 분류축이다. 매출은 검사 처리 웨이퍼 수나 장비 설치 대수가 아니다.

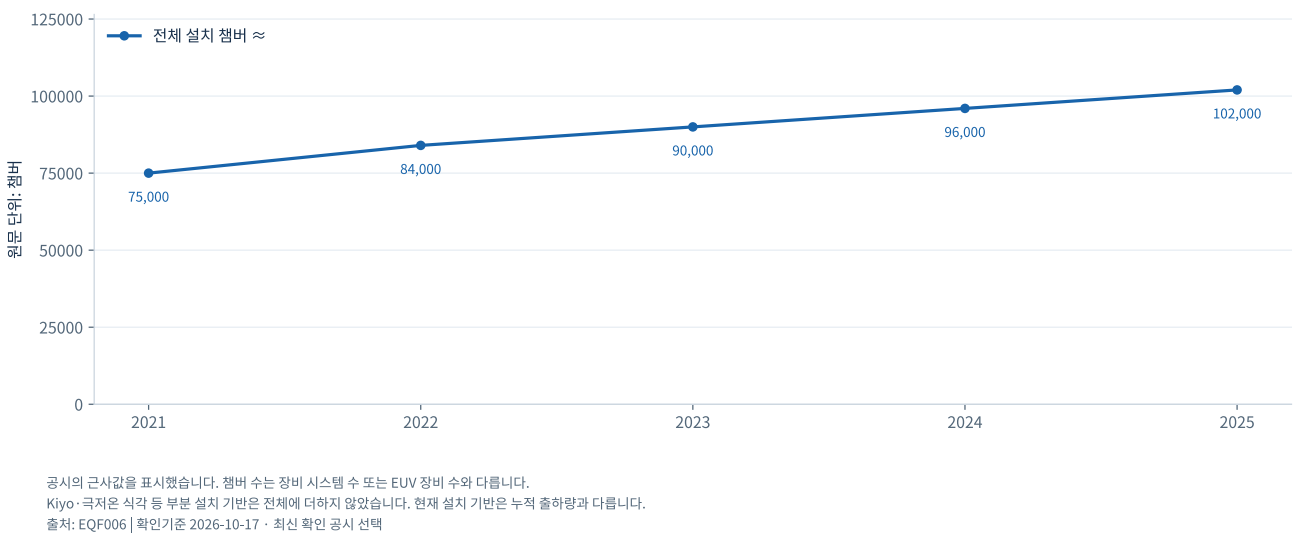
ASM은2025년 설치·qualification 매출을 Equipment에서 Spares & Services로 재분류했다. 원래2024년 장비2,385.4/서비스547.3백만EUR를 비교기준상2,303.3/629.4로 옮겼다. 두 정의는 대체값이다. 2025년 장비2,457.5/서비스715.7과 미조정 옛 정의를 이어 붙이면 서비스 성장률이 왜곡된다. R&D비용과 개발비 자산화 지출, 유형자산 지출, 수주와 기말 잔고도 별개다.

Hitachi High-Tech CD-SEM 누적6,000대 초과는 공식 페이지의 참고일이 없어 기준일 미확인으로 저장했다. FY2025 전사821.7십억JPY는2026년3월 종료이며 의료·산업 사업을 포함하고 FY2024 이후 Healthcare통합 범위도 달라진다.

Lasertec은 노광이 아닌 EUV mask·mask blank·wafer검사 계열이다. 2026년6월 종료기의 반도체관련제품168,090백만JPY,서비스58,646,기타3,747,전사230,485를 분리했다. 각 부문 합계와 전사 사이2백만JPY 차이는 원문 단위 절사에 따른다. 장비별 대수나 ASP를 금액에서 역산하지 않는다.

Onto FY2025는53주로2026년1월3일 종료다. 2024년 R&D는2025년 공시의 비교 재분류113,860천USD를 사용하며2024년 공시116,767과 정의가 다르다. Systems/software에는 소프트웨어가 포함되고 합병·인수로 범위가 변할 수 있다.

Veeco는4개 고객 시장별 금액과 부품·업그레이드·서비스 구성비가 서로 다른 축이다. Axcelis의 Product/Services와 Systems/CS&I도 별도의 분류다. Purion500번째 출하 이벤트는2023년4월의 누적 달성이다. 미공개 대수는0이 아닌 공백으로 관리하고 공개일·소유범위·회계연도·원문 단위를 AI학습의 결합키와 시점 검증에 포함해야 한다.



대표 계열의 추세를 보여주는 차트입니다. 표시되지 않은 제품·회사·정의는 아래 전체 관측 표에서 확인합니다. 원단위와 비교 범위를 유지하며 분야 전체 합계로 해석하지 않습니다.

ASM International ASM_INTERNATIONAL

기말 수주잔고 order_backlog_value

제품·기술 Order backlog · **범위** year_end_consolidated_backlog_stock · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_unaudited_release

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002596 종료 2024-12-31	**1,565.7** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.5, Bookings
2025 SCE002604 종료 2025-12-31	**1,246.9** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.5, Bookings

공통 비고 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체 값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다.

부품·서비스 매출 spares_services_revenue

제품·기술 Spares & Services incl installation/qualification · **범위** spares_services_2025_reporting_definition · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_unaudited_release

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002594 종료 2024-12-31	**629.4** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.5, Revenue

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE002602 종료 2025-12-31	**715.7** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.5, Revenue

공통 비고 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다.

부품·서비스 매출 spares_services_revenue

제품·기술 Spares & Services under original 2024 definition · **범위** original_2024_reporting_definition_not_additive_with_reclassified · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_original_2024_revenue_classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002609 종료 2024-12-31	**547.3** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.16, Annex 4 2024 Reported 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다. 재분류로 82.1백만EUR가 장비에서 부품·서비스로 이전했다.

신규 수주액 new_order_intake_value

제품·기술 New equipment-related orders · **범위** consolidated_orders_flow · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_unaudited_release

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002595 종료 2024-12-31	**3,000.0** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.5, Bookings
2025 SCE002603 종료 2025-12-31	**2,976.4** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.5, Bookings

공통 비고 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All ASM products/services · **범위** consolidated_total · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_unaudited_release

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002592 종료 2024-12-31	**2,932.7** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.11, statement of profit or loss
2025 SCE002600 종료 2025-12-31	**3,173.2** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.11, statement of profit or loss

공통 비고 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 Company net R&D · **범위** consolidated_net_R_and_D_IFRS · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_unaudited_release

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002597 종료 2024-12-31	**369.8** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.11, statement of profit or loss
2025 SCE002605 종료 2025-12-31	**409.0** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.11, statement of profit or loss

공통 비고 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체 값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다.

유형자산 취득 현금지출 규모 cash_ppe_purchases_outflow_magnitude

제품·기술 Property plant equipment · **범위** consolidated_ppe_cash_outflow · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_unaudited_release

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002598 종료 2024-12-31	**167.9** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.13, cash flows
2025 SCE002606 종료 2025-12-31	**218.5** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.13, cash flows

공통 비고 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체 값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다.

자산화한 개발비 지출 capitalized_development_expenditure

제품·기술 Capitalized development · **범위** consolidated_capitalized_development_cash_outflow · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_unaudited_release

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002599 종료 2024-12-31	**166.3** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.13, cash flows
2025 SCE002607 종료 2025-12-31	**205.1** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.13, cash flows

공통 비고 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체 값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다.

장비 매출 equipment_revenue

제품·기술 Equipment under original 2024 definition · **범위** original_2024_reporting_definition_not_additive_with_reclassified · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_original_2024_revenue_classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002608 종료 2024-12-31	**2,385.4** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.16, Annex 4 2024 Reported 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다. 재분류로 82.1백만EUR가 장비에서 부품·서비스로 이전했다.

장비 매출 equipment_revenue

제품·기술 Semiconductor deposition/epitaxy equipment · **범위** equipment_2025_reporting_definition · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS_EU_unaudited_release

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002593 종료 2024-12-31	**2,303.3** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.5, Revenue
2025 SCE002601 종료 2025-12-31	**2,457.5** equal	EQF019 2026-03-03	PDF p.5, Revenue

공통 비고 미감사 실적발표의 IFRS-EU 수치. 2025년부터 설치·인증 수익을 장비에서 부품·서비스로 옮겨 2024년도 비교 재분류했다. 원래 2024년 정의와 재분류 정의는 대체값이며 합산하지 않는다. R&D 비용·개발비 자산화·유형자산 현금지출·수주·기말 잔고는 다른 지표다.

Applied Materials APPLIED_MATERIALS

AGS 부문 매출 applied_global_services_segment_revenue

제품·기술 Applied Global Services · **범위** reportable_segment_AGS · **단위** million_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020 SCE002433 종료 2020-10-25	**4,155** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2021 SCE002438 종료 2021-10-31	**5,013** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2022 SCE002443 종료 2022-10-30	**5,543** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2023 SCE002448 종료 2023-10-29	**5,732** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2024 SCE002453 종료 2024-10-27	**6,225** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE002458 종료 2025-10-26	**6,385** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table

공통 비고 US GAAP. 전사 합계와 부문 내역을 중복 합산하지 않는다. AGS는 서비스 외에 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년 Display를 Corporate and Other에 통합했다. 시장별 매출 비중의 분모는 Semiconductor Systems 매출이다. 금액은 장비 대수나 반도체 생산량이 아니다.

반도체 시스템 매출의 소자시장별 비중 semiconductor_systems_revenue_share_by_device_market

제품·기술 DRAM · **범위** denominator_Semiconductor_Systems_net_revenue · **단위** percent · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE002462 종료 2023-10-29	**17** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82
FY2024 SCE002465 종료 2024-10-27	**28** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82
FY2025 SCE002468 종료 2025-10-26	**26** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82

공통 비고 US GAAP. 전사 합계와 부문 내역을 중복 합산하지 않는다. AGS는 서비스 외에 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년 Display를 Corporate and Other에 통합했다. 시장별 매출 비중의 분모는 Semiconductor Systems 매출이다. 금액은 장비 대수나 반도체 생산량이 아니다.

반도체 시스템 매출의 소자시장별 비중 semiconductor_systems_revenue_share_by_device_market

제품·기술 Foundry, logic and other · **범위** denominator_Semiconductor_Systems_net_revenue · **단위** percent · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE002461 종료 2023-10-29	**77** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82
FY2024 SCE002464 종료 2024-10-27	**68** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82
FY2025 SCE002467 종료 2025-10-26	**67** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82

공통 비고 US GAAP. 전사 합계와 부문 내역을 중복 합산하지 않는다. AGS는 서비스 외에 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년 Display를 Corporate and Other에 통합했다. 시장별 매출 비중의 분모는 Semiconductor Systems 매출이다. 금액은 장비 대수나 반도체 생산량이 아니다.

반도체 시스템 매출의 소자시장별 비중 semiconductor_systems_revenue_share_by_device_market

제품·기술 NAND flash · **범위** denominator_Semiconductor_Systems_net_revenue · **단위** percent · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE002463 종료 2023-10-29	**6** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82
FY2024 SCE002466 종료 2024-10-27	**4** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82
FY2025 SCE002469 종료 2025-10-26	**7** equal	EQF003 2025-12-12	Note 18, Semiconductor Systems revenue by market, printed p.82

공통 비고 US GAAP. 전사 합계와 부문 내역을 중복 합산하지 않는다. AGS는 서비스 외에 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년 Display를 Corporate and Other에 통합했다. 시장별 매출 비중의 분모는 Semiconductor Systems 매출이다. 금액은 장비 대수나 반도체 생산량이 아니다.

반도체 시스템 부문 매출 semiconductor_systems_segment_revenue

제품·기술 Semiconductor Systems · **범위** reportable_segment_Semiconductor_Systems · **단위** million_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020 SCE002432 종료 2020-10-25	**11,367** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2021 SCE002437 종료 2021-10-31	**16,286** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2022 SCE002442 종료 2022-10-30	**18,797** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2023 SCE002447 종료 2023-10-29	**19,698** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2024 SCE002452 종료 2024-10-27	**19,911** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2025 SCE002457 종료 2025-10-26	**20,798** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table

공통 비고 US GAAP. 전사 합계와 부문 내역을 중복 합산하지 않는다. AGS는 서비스 외에 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년 Display를 Corporate and Other에 통합했다. 시장별 매출 비중의 분모는 Semiconductor Systems 매출이다. 금액은 장비 대수나 반도체 생산량이 아니다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All products/services · **범위** consolidated_total · **단위** million_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020 SCE002431 종료 2020-10-25	**17,202** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2021 SCE002436 종료 2021-10-31	**23,063** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2022 SCE002441 종료 2022-10-30	**25,785** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2023 SCE002446 종료 2023-10-29	**26,517** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2024 SCE002451 종료 2024-10-27	**27,176** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2025 SCE002456 종료 2025-10-26	**28,368** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table

공통 비고 US GAAP. 전사 합계와 부문 내역을 중복 합산하지 않는다. AGS는 서비스 외에 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년 Display를 Corporate and Other에 통합했다. 시장별 매출 비중의 분모는 Semiconductor Systems 매출이다. 금액은 장비 대수나 반도체 생산량이 아니다.

연구개발·엔지니어링 비용 research_development_engineering_expense

제품·기술 All company RD&E · **범위** consolidated_total · **단위** million_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020 SCE002434 종료 2020-10-25	**2,234** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2021 SCE002439 종료 2021-10-31	**2,485** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2022 SCE002444 종료 2022-10-30	**2,771** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2023 SCE002449 종료 2023-10-29	**3,102** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2024 SCE002454 종료 2024-10-27	**3,233** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2025 SCE002459 종료 2025-10-26	**3,570** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table

공통 비고 US GAAP. 전사 합계와 부문 내역을 중복 합산하지 않는다. AGS는 서비스 외에 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년 Display를 Corporate and Other에 통합했다. 시장별 매출 비중의 분모는 Semiconductor Systems 매출이다. 금액은 장비 대수나 반도체 생산량이 아니다.

회사 정의 설비투자액 company_defined_capital_expenditures

제품·기술 All company CAPEX · **범위** consolidated_total · **단위** million_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020 SCE002435 종료 2020-10-25	**422** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2021 SCE002440 종료 2021-10-31	**668** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2022 SCE002445 종료 2022-10-30	**787** equal	EQF004 2022-12-16	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2023 SCE002450 종료 2023-10-29	**1,106** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2024 SCE002455 종료 2024-10-27	**1,190** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table
FY2025 SCE002460 종료 2025-10-26	**2,260** equal	EQF003 2025-12-12	Consolidated Statements of Operations; Segment financial table

공통 비고 US GAAP. 전사 합계와 부문 내역을 중복 합산하지 않는다. AGS는 서비스 외에 부품·업그레이드·일부 장비를 포함한다. 2025년 Display를 Corporate and Other에 통합했다. 시장별 매출 비중의 분모는 Semiconductor Systems 매출이다. 금액은 장비 대수나 반도체 생산량이 아니다.

Axcelis Technologies AXCELIS

CS&I 사업 매출 customer_services_and_innovation_revenue

제품·기술 CS&I spare parts upgrades used equipment services · **범위** CS_and_I_business_cross_cut · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002537 종료 2023-12-31	**247.0** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2024 SCE002542 종료 2024-12-31	**235.3** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2025 SCE002547 종료 2025-12-31	**268.0** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph

공통 비고 Product/Services는 성격별 회계 구분, Systems/CS&I는 별도의 사업 구분이다. Product에는 부품·업그레이드·중고 장비가 포함되므로 신규 장비 매출로 해석하지 않는다. CS&I와 전사 매출은 중복 합산하지 않는다. 천USD와 백만USD 단위를 구분한다.

서비스 매출 service_revenue

제품·기술 Maintenance/service labor · **범위** revenue_by_nature_service · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002535 종료 2023-12-31	**34,954** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2024 SCE002540 종료 2024-12-31	**40,984** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2025 SCE002545 종료 2025-12-31	**47,003** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph

공통 비고 Product/Services는 성격별 회계 구분, Systems/CS&I는 별도의 사업 구분이다. Product에는 부품·업그레이드·중고 장비가 포함되므로 신규 장비 매출로 해석하지 않는다. CS&I와 전사 매출은 중복 합산하지 않는다. 천USD와 백만USD 단위를 구분한다.

시스템 매출 systems_revenue

제품·기술 Ion implantation and other processing systems · **범위** systems_business_excluding_CS_and_I · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002548 종료 2024-12-31	**782.6** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7, Overview / Critical audit matter
2025 SCE002549 종료 2025-12-31	**571.0** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7, Overview / Critical audit matter

공통 비고 Product/Services는 성격별 회계 구분, Systems/CS&I는 별도의 사업 구분이다. Product에는 부품·업그레이드·중고 장비가 포함되므로 신규 장비 매출로 해석하지 않는다. CS&I와 전사 매출은 중복 합산하지 않는다. 천USD와 백만USD 단위를 구분한다. 회사 개요가 공개한 백만USD 반올림값이다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All Axcelis products/services · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002533 종료 2023-12-31	**1,130,604** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2024 SCE002538 종료 2024-12-31	**1,017,865** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2025 SCE002543 종료 2025-12-31	**839,048** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph

공통 비고 Product/Services는 성격별 회계 구분, Systems/CS&I는 별도의 사업 구분이다. Product에는 부품·업그레이드·중고 장비가 포함되므로 신규 장비 매출로 해석하지 않는다. CS&I와 전사 매출은 중복 합산하지 않는다. 천USD와 백만USD 단위를 구분한다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 Company R&D · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002536 종료 2023-12-31	**96,907** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2024 SCE002541 종료 2024-12-31	**105,497** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2025 SCE002546 종료 2025-12-31	**108,958** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph

공통 비고 Product/Services는 성격별 회계 구분, Systems/CS&I는 별도의 사업 구분이다. Product에는 부품·업그레이드·중고 장비가 포함되므로 신규 장비 매출로 해석하지 않는다. CS&I와 전사 매출은 중복 합산하지 않는다. 천USD와 백만USD 단위를 구분한다.

장비 누적 출하 대수 cumulative_equipment_systems_shipped

제품·기술 Purion ion implanter family · **범위** product_family_cumulative_shipments · **단위** systems · **기간** announcement_milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023-04-05 SCE002550 종료 2023-04-05	**500** equal	EQF015 2023-04-05	Opening paragraph Product/Services는 성격별 회계 구분, Systems/CS&I는 별도의 사업 구분이다. Product에는 부품·업그레이드·중고 장비가 포함되므로 신규 장비 매출로 해석하지 않는다. CS&I와 전사 매출은 중복 합산하지 않는다. 천USD와 백만USD 단위를 구분한다. Purion 500번째 출하 달성으로 전사 연간 출하 또는 전체 현역 재고가 아니다.

제품 매출 product_revenue

제품·기술 New/used systems, parts and upgrades · **범위** revenue_by_nature_product · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002534 종료 2023-12-31	**1,095,650** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2024 SCE002539 종료 2024-12-31	**976,881** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph
2025 SCE002544 종료 2025-12-31	**792,045** equal	EQF014 2026-02-26	Item 7 and Statements of Operations; CS&I business paragraph

공통 비고 Product/Services는 성격별 회계 구분, Systems/CS&I는 별도의 사업 구분이다. Product에는 부품·업그레이드·중고 장비가 포함되므로 신규 장비 매출로 해석하지 않는다. CS&I와 전사 매출은 중복 합산하지 않는다. 천USD와 백만USD 단위를 구분한다.

DISCO Corporation DISCO

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 Precision processing equipment, tools and related business · **범위** consolidated_total_acceptance_revenue · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002619 종료 2025-03-31	**393,313** equal	EQF024 2026-04-22	PDF p.1, net sales
FY2025 SCE002620 종료 2026-03-31	**436,889** equal	EQF024 2026-04-22	PDF p.1, net sales

공통 비고 FY는 시작 연도이며 다음 해 3월 말 종료다. 레이저소 누적 출하와 현재 가동 장비 재고·연간 출하는 다른 지표다. 연결 매출은 검수·인수 기준이므로 출하액과 다르다. 누적 출하 사이의 연간 물량을 균등 배분하지 않는다. 백만엔 미만 절사. 영문 번역은 미감사 참고본.

장비 누적 출하 대수 cumulative_equipment_systems_shipped

제품·기술 Laser saw family · **범위** product_family_cumulative_shipments_since_2002 · **단위** systems · **기간** milestone_month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014-07 SCE002616	**1,000** equal	EQF022 2020-04-02	Opening paragraph
2020-03 SCE002617	**2,000** equal	EQF022 2020-04-02	Opening paragraph
2026-02 SCE002618	**> 4,000** greater_than	EQF023 2026-03-02	Opening paragraph

공통 비고 FY는 시작 연도이며 다음 해 3월 말 종료다. 레이저소 누적 출하와 현재 가동 장비 재고·연간 출하는 다른 지표다. 연결 매출은 검수·인수 기준이므로 출하액과 다르다. 누적 출하 사이의 연간 물량을 균등 배분하지 않는다.

Hitachi High-Tech HITACHI_HIGH_TECH

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All Hitachi High-Tech businesses · **범위** consolidated_total_including_healthcare_and_industrial · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021 SCE002610 종료 2022-03-31	**576.8** equal	EQF020 공개일 미확인	Revenues, five-year trend image alt text
FY2022 SCE002611 종료 2023-03-31	**674.2** equal	EQF020 공개일 미확인	Revenues, five-year trend image alt text
FY2023 SCE002612 종료 2024-03-31	**670.4** equal	EQF020 공개일 미확인	Revenues, five-year trend image alt text

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002613 종료 2025-03-31	**756.5** equal	EQF020 공개일 미확인	Revenues, five-year trend image alt text
FY2025 SCE002614 종료 2026-03-31	**821.7** equal	EQF020 공개일 미확인	Revenues, five-year trend image alt text

공통 비고 FY는 시작 연도이며 다음 해 3월 말 종료다. 전사 매출은 의료·분석·산업 사업도 포함하며 FY2024부터 Hitachi Healthcare 통합 실적을 포함한다. CD-SEM 누적 출하의 기준일은 미공개로 유지한다.

장비 누적 출하 대수 cumulative_equipment_systems_shipped

제품·기술 CD-SEM advanced high resolution FEB measurement systems · **범위** product_family_cumulative_shipments_since_1984 · **단위** systems · **기간** undated_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
reference_date_not_disclosed SCE002615	**> 6,000** greater_than	EQF020 공개일 미확인	Product Appeal: cumulative total exceeding 6,000 units FY는 시작 연도이며 다음 해 3월 말 종료다. 전사 매출은 의료·분석·산업 사업도 포함하며 FY2024부터 Hitachi Healthcare 통합 실적을 포함한다. CD-SEM 누적 출하의 기준일은 미공개로 유지한다. 원문의 기준일이 없으므로 취득일의 실적으로 간주하지 않는다.

KLA Corporation KLA

반도체 공정제어 부문 매출 semiconductor_process_control_segment_revenue

제품·기술 Semiconductor Process Control · **범위** SPC_reportable_segment_including_services · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE002507 종료 2023-06-30	**9,324,190** equal	EQF010 2025-08-08	Item 7 Revenues by reportable segment
FY2024 SCE002490 종료 2024-06-30	**8,733,556** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2025 SCE002496 종료 2025-06-30	**10,947,359** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2026 SCE002502 종료 2026-06-30	**12,244,733** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations

공통 비고 6월 말 결산. SPC 부문은 관련 서비스를 포함하므로 서비스·검사·패터닝 제품군 매출과 중복 합산하지 않는다. 전사에 반도체 외 사업도 포함한다.

서비스 매출 service_revenue

제품·기술 All company services · **범위** consolidated_revenue_by_product_type_service · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002491 종료 2024-06-30	**2,329,568** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2025 SCE002497 종료 2025-06-30	**2,683,308** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2026 SCE002503 종료 2026-06-30	**3,125,939** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations

공통 비고 6월 말 결산. SPC 부문은 관련 서비스를 포함하므로 서비스·검사·패터닝 제품군 매출과 중복 합산하지 않는다. 전사에 반도체 외 사업도 포함한다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All company products/services · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002489 종료 2024-06-30	**9,812,247** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2025 SCE002495 종료 2025-06-30	**12,156,162** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2026 SCE002501 종료 2026-06-30	**13,579,476** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations

공통 비고 6월 말 결산. SPC 부문은 관련 서비스를 포함하므로 서비스·검사·패터닝 제품군 매출과 중복 합산하지 않는다. 전사에 반도체 외 사업도 포함한다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 Company R&D · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002494 종료 2024-06-30	**1,278,981** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2025 SCE002500 종료 2025-06-30	**1,360,334** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2026 SCE002506 종료 2026-06-30	**1,532,118** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations

공통 비고 6월 말 결산. SPC 부문은 관련 서비스를 포함하므로 서비스·검사·패터닝 제품군 매출과 중복 합산하지 않는다. 전사에 반도체 외 사업도 포함한다.

웨이퍼 검사 제품군 매출 wafer_inspection_product_category_revenue

제품·기술 Wafer Inspection · **범위** consolidated_revenue_by_product_category · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002492 종료 2024-06-30	**4,333,296** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2025 SCE002498 종료 2025-06-30	**6,198,815** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2026 SCE002504 종료 2026-06-30	**6,630,813** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations

공통 비고 6월 말 결산. SPC 부문은 관련 서비스를 포함하므로 서비스·검사·패터닝 제품군 매출과 중복 합산하지 않는다. 전사에 반도체 외 사업도 포함한다.

패터닝 제품군 매출 patterning_product_category_revenue

제품·기술 Patterning · **범위** consolidated_revenue_by_product_category · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002493 종료 2024-06-30	**2,054,442** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2025 SCE002499 종료 2025-06-30	**2,196,347** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations
FY2026 SCE002505 종료 2026-06-30	**2,706,763** equal	EQF009 2026-08-06	Item 7 revenue tables; Item 8 Statements of Operations

공통 비고 6월 말 결산. SPC 부문은 관련 서비스를 포함하므로 서비스·검사·패터닝 제품군 매출과 중복 합산하지 않는다. 전사에 반도체 외 사업도 포함한다.

Lam Research LAM_RESEARCH

고객지원 관련 및 기타 매출 customer_support_related_revenue_and_other

제품·기술 Customer support-related revenue and other · **범위** customer_support_related_revenue_and_other_category · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002472 종료 2024-06-30	**5,983,743** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19
FY2025 SCE002476 종료 2025-06-29	**6,944,311** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19
FY2026 SCE002480 종료 2026-06-28	**8,347,202** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19

공통 비고 전사 설치 기반은 시스템 대수가 아닌 챔버 수의 근사치다. 제품군 챔버는 전체의 일부이므로 전체와 더하지 않는다. Systems 및 고객지원 관련 매출은 금액 분해다. 회계연도와 달력연도 설치 기반을 구분한다.

설치 기반 챔버 수 installed_base_chambers

제품·기술 Cryogenic etch for NAND · **범위** product_family_subset_Lam_total · **단위** chambers · **기간** point_in_time · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-07-31 SCE002487 종료 2024-07-31	**nearly 1,000** approximately	EQF007 2024-07-31	Article: nearly 1,000 chambers 전사 설치 기반은 시스템 대수가 아닌 챔버 수의 근사치다. 제품군 챔버는 전체의 일부이므로 전체와 더하지 않는다. Systems 및 고객지원 관련 매출은 금액 분해다. 회계연도와 달력연도 설치 기반을 구분한다. 원문 표현: nearly 1,000

설치 기반 챔버 수 installed_base_chambers

제품·기술 Total Lam installed process chambers · **범위** worldwide_installed_chambers · **단위** chambers · **기간** calendar_year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002482 종료 2021-12-31	**약 75,000** approximately	EQF006 2026-01-28	PDF p.7, Growing installed base units
2022 SCE002483 종료 2022-12-31	**약 84,000** approximately	EQF006 2026-01-28	PDF p.7, Growing installed base units
2023 SCE002484 종료 2023-12-31	**약 90,000** approximately	EQF006 2026-01-28	PDF p.7, Growing installed base units
2024 SCE002485 종료 2024-12-31	**약 96,000** approximately	EQF006 2026-01-28	PDF p.7, Growing installed base units
2025 SCE002486 종료 2025-12-31	**약 102,000** approximately	EQF006 2026-01-28	PDF p.7, Growing installed base units

공통 비고 전사 설치 기반은 시스템 대수가 아닌 챔버 수의 근사치다. 제품군 챔버는 전체의 일부이므로 전체와 더하지 않는다. Systems 및 고객지원 관련 매출은 금액 분해다. 회계연도와 달력연도 설치 기반을 구분한다.

시스템 매출 systems_revenue

제품·기술 Etch, deposition, clean equipment and upgrades · **범위** systems_revenue_category · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002471 종료 2024-06-30	**8,921,643** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19
FY2025 SCE002475 종료 2025-06-29	**11,491,280** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026 SCE002479 종료 2026-06-28	**14,885,488** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19

공통 비고 전사 설치 기반은 시스템 대수가 아닌 챔버 수의 근사치다. 제품군 챔버는 전체의 일부이므로 전체와 더하지 않는다. Systems 및 고객지원 관련 매출은 금액 분해다. 회계연도와 달력연도 설치 기반을 구분한다.

양산 사용 챔버 수 chambers_in_production

제품·기술 Kiyo conductor etch family · **범위** product_family_subset_Lam_total · **단위** chambers · **기간** point_in_time · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-02-19 SCE002488 종료 2025-02-19	**> 30,000** greater_than	EQF008 2025-02-19	Kiyo paragraph 전사 설치 기반은 시스템 대수가 아닌 챔버 수의 근사치다. 제품군 챔버는 전체의 일부이므로 전체와 더하지 않는다. Systems 및 고객지원 관련 매출은 금액 분해다. 회계연도와 달력연도 설치 기반을 구분한다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All Lam systems/services · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002470 종료 2024-06-30	**14,905,386** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19
FY2025 SCE002474 종료 2025-06-29	**18,435,591** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19
FY2026 SCE002478 종료 2026-06-28	**23,232,690** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19

공통 비고 전사 설치 기반은 시스템 대수가 아닌 챔버 수의 근사치다. 제품군 챔버는 전체의 일부이므로 전체와 더하지 않는다. Systems 및 고객지원 관련 매출은 금액 분해다. 회계연도와 달력연도 설치 기반을 구분한다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 Company R&D · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002473 종료 2024-06-30	**1,902,444** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19
FY2025 SCE002477 종료 2025-06-29	**2,096,387** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19
FY2026 SCE002481 종료 2026-06-28	**2,375,873** equal	EQF005 2026-08-07	Consolidated Statements of Operations; revenue disaggregation in Note 19

공통 비고 전사 설치 기반은 시스템 대수가 아닌 챔버 수의 근사치다. 제품군 챔버는 전체의 일부이므로 전체와 더하지 않는다. Systems 및 고객지원 관련 매출은 금액 분해다. 회계연도와 달력연도 설치 기반을 구분한다.

Lasertec LASERTEC

기타 제품 매출 other_products_revenue

제품·기술 Other products · **범위** other_product_category · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026 SCE002624 종료 2026-06-30	**3,747** equal	EQF025 공개일 미확인	Financial results paragraph 6월 말 결산. 반도체 관련 제품 매출에는 EUV 외 제품도 포함한다. 금액에서 ACTIS·MATRICS 대수나 ASP를 역산하지 않는다. 2026년 부문 금액 합계와 전체 매출 사이 2백만JPY 차이는 원문 단위 절사에 해당한다. 개발 이정표는 양산 물량이 아니다.

반도체 관련 제품 매출 semiconductor_related_products_revenue

제품·기술 Semiconductor-related inspection/measurement equipment · **범위** semiconductor_related_product_category · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026 SCE002622 종료 2026-06-30	**168,090** equal	EQF025 공개일 미확인	Financial results paragraph 6월 말 결산. 반도체 관련 제품 매출에는 EUV 외 제품도 포함한다. 금액에서 ACTIS·MATRICS 대수나 ASP를 역산하지 않는다. 2026년 부문 금액 합계와 전체 매출 사이 2백만JPY 차이는 원문 단위 절사에 해당한다. 개발 이정표는 양산 물량이 아니다.

서비스 매출 service_revenue

제품·기술 Services · **범위** service_product_category · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026 SCE002623 종료 2026-06-30	**58,646** equal	EQF025 공개일 미확인	Financial results paragraph 6월 말 결산. 반도체 관련 제품 매출에는 EUV 외 제품도 포함한다. 금액에서 ACTIS·MATRICS 대수나 ASP를 역산하지 않는다. 2026년 부문 금액 합계와 전체 매출 사이 2백만JPY 차이는 원문 단위 절사에 해당한다. 개발 이정표는 양산 물량이 아니다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All products/services · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026 SCE002621 종료 2026-06-30	**230,485** equal	EQF025 공개일 미확인	Financial results paragraph 6월 말 결산. 반도체 관련 제품 매출에는 EUV 외 제품도 포함한다. 금액에서 ACTIS·MATRICS 대수나 ASP를 역산하지 않는다. 2026년 부문 금액 합계와 전체 매출 사이 2백만JPY 차이는 원문 단위 절사에 해당한다. 개발 이정표는 양산 물량이 아니다.

장비 제품 개발 이정표 equipment_product_development_milestone

제품·기술 Automated LSI photomask inspection system · **범위** company_product_history · **단위** milestone · **기간** milestone_month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
1976-10 SCE002625	**developed automated LSI photomask inspection system** equal	EQF026 공개일 미확인	PDF p.2: October 1976 6월 말 결산. 반도체 관련 제품 매출에는 EUV 외 제품도 포함한다. 금액에서 ACTIS·MATRICS 대수나 ASP를 역산하지 않는다. 2026년 부문 금액 합계와 전체 매출 사이 2백만JPY 차이는 원문 단위 절사에 해당한다. 개발 이정표는 양산 물량이 아니다. 회사 주장 세계 최초 자동 LSI 포토마스크 검사 시스템 개발사. 생산 대수가 아니다.

Onto Innovation ONTO_INNOVATION

부품 매출 parts_revenue

제품·기술 Parts · **범위** revenue_stream_Parts · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002574 종료 2022-12-31	**84,266** equal	EQF017 2025-02-25	Revenue by source; Statements of Operations
FY2023 SCE002579 종료 2023-12-30	**74,604** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2024 SCE002584 종료 2024-12-28	**76,584** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2025 SCE002589 종료 2026-01-03	**84,200** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations

공통 비고 FY2025는 53주이며 2026-01-03 종료다. 2024년 R&D는 2025년 공시의 비교 재분류 수치 113,860천USD를 채택했다(2024년 공시의 116,767과 정의가 다름). 2019년 합병과 2025년 Semilab 제품군 인수로 연결 범위가 달라질 수 있다.

서비스 매출 service_revenue

제품·기술 Services · **범위** revenue_stream_Services · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002575 종료 2022-12-31	**55,210** equal	EQF017 2025-02-25	Revenue by source; Statements of Operations
FY2023 SCE002580 종료 2023-12-30	**57,948** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2024 SCE002585 종료 2024-12-28	**60,294** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE002590 종료 2026-01-03	**73,228** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations

공통 비고 FY2025는 53주이며 2026-01-03 종료다. 2024년 R&D는 2025년 공시의 비교 재분류 수치 113,860천USD를 채택했다(2024년 공시의 116,767과 정의가 다름). 2019년 합병과 2025년 Semilab 제품군 인수로 연결 범위가 달라질 수 있다.

시스템·소프트웨어 매출 systems_and_software_revenue

제품·기술 Systems and software · **범위** revenue_stream_Systems_and_software · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002573 종료 2022-12-31	**865,707** equal	EQF017 2025-02-25	Revenue by source; Statements of Operations
FY2023 SCE002578 종료 2023-12-30	**683,316** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2024 SCE002583 종료 2024-12-28	**850,443** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2025 SCE002588 종료 2026-01-03	**847,835** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations

공통 비고 FY2025는 53주이며 2026-01-03 종료다. 2024년 R&D는 2025년 공시의 비교 재분류 수치 113,860천USD를 채택했다(2024년 공시의 116,767과 정의가 다름). 2019년 합병과 2025년 Semilab 제품군 인수로 연결 범위가 달라질 수 있다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All company products/services · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002572 종료 2022-12-31	**1,005,183** equal	EQF017 2025-02-25	Revenue by source; Statements of Operations
FY2023 SCE002577 종료 2023-12-30	**815,868** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2024 SCE002582 종료 2024-12-28	**987,321** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2025 SCE002587 종료 2026-01-03	**1,005,263** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations

공통 비고 FY2025는 53주이며 2026-01-03 종료다. 2024년 R&D는 2025년 공시의 비교 재분류 수치 113,860천USD를 채택했다(2024년 공시의 116,767과 정의가 다름). 2019년 합병과 2025년 Semilab 제품군 인수로 연결 범위가 달라질 수 있다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 Company R&D · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002576 종료 2022-12-31	**111,953** equal	EQF017 2025-02-25	Revenue by source; Statements of Operations
FY2023 SCE002581 종료 2023-12-30	**104,442** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2024 SCE002586 종료 2024-12-28	**113,860** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations
FY2025 SCE002591 종료 2026-01-03	**131,978** equal	EQF018 2026-02-24	Revenue by source; Statements of Operations

공통 비고 FY2025는 53주이며 2026-01-03 종료다. 2024년 R&D는 2025년 공시의 비교 재분류 수치 113,860천USD를 채택했다(2024년 공시의 116,767과 정의가 다름). 2019년 합병과 2025년 Semilab 제품군 인수로 연결 범위가 달라질 수 있다.

SCREEN Holdings SCREEN

감가상각·무형자산상각비 depreciation_amortization_expense

제품·기술 Company depreciation/amortization · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021 SCE002511 종료 2021-03-31	**9,628** equal	EQF011 공개일 미확인	Printed p.6, depreciation and amortization
FY2022 SCE002515 종료 2022-03-31	**9,500** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, depreciation and amortization
FY2023 SCE002519 종료 2023-03-31	**8,799** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, depreciation and amortization
FY2024 SCE002523 종료 2024-03-31	**10,837** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, depreciation and amortization
FY2025 SCE002527 종료 2025-03-31	**12,831** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, depreciation and amortization
FY2026 SCE002531 종료 2026-03-31	**14,575** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, depreciation and amortization

공통 비고 3월 말 종료 회계연도. SPE는 반도체 장비 부문 매출이고 CAPEX·R&D·상각은 전사 수치다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. Fact Book의 CAPEX·R&D와 영문 연차보고서의 금액·반올림 기준이 다를 수 있다. Fact Book은 2023년3월기부터 백만엔 미만 절사, 이전에는 반올림했다.

반도체 제조장비 부문 매출 semiconductor_production_equipment_segment_revenue

제품·기술 Semiconductor production equipment · **범위** SPE_segment_sales · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021 SCE002508 종료 2021-03-31	**235,554** equal	EQF011 공개일 미확인	Printed p.2, SPE net sales
FY2022 SCE002512 종료 2022-03-31	**319,398** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.2, SPE net sales
FY2023 SCE002516 종료 2023-03-31	**370,934** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.2, SPE net sales
FY2024 SCE002520 종료 2024-03-31	**417,677** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.2, SPE net sales
FY2025 SCE002524 종료 2025-03-31	**519,511** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.2, SPE net sales
FY2026 SCE002528 종료 2026-03-31	**485,982** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.2, SPE net sales

공통 비고 3월 말 종료 회계연도. SPE는 반도체 장비 부문 매출이고 CAPEX·R&D·상각은 전사 수치다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. Fact Book의 CAPEX·R&D와 영문 연차보고서의 금액·반올림 기준이 다를 수 있다. Fact Book은 2023년3월기부터 백만엔 미만 절사, 이전에는 반올림했다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 Company R&D · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021 SCE002510 종료 2021-03-31	**21,506** equal	EQF011 공개일 미확인	Printed p.6, R&D expenses
FY2022 SCE002514 종료 2022-03-31	**24,035** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, R&D expenses
FY2023 SCE002518 종료 2023-03-31	**24,760** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, R&D expenses
FY2024 SCE002522 종료 2024-03-31	**27,025** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, R&D expenses
FY2025 SCE002526 종료 2025-03-31	**31,705** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, R&D expenses
FY2026 SCE002530 종료 2026-03-31	**37,777** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, R&D expenses

공통 비고 3월 말 종료 회계연도. SPE는 반도체 장비 부문 매출이고 CAPEX·R&D·상각은 전사 수치다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. Fact Book의 CAPEX·R&D와 영문 연차보고서의 금액·반올림 기준이 다를 수 있다. Fact Book은 2023년3월기부터 백만엔 미만 절사, 이전에는 반올림했다.

장비 누적 출하 대수 cumulative_equipment_systems_shipped

제품·기술 Semiconductor cleaning equipment · **범위** product_family_cumulative_shipments · **단위** systems · **기간** announcement_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-07-01 SCE002532 종료 2025-07-01	**> 15,000** greater_than	EQF013 2025-07-01	Opening announcement 3월 말 종료 회계연도. SPE는 반도체 장비 부문 매출이고 CAPEX·R&D·상각은 전사 수치다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. Fact Book의 CAPEX·R&D와 영문 연차보고서의 금액·반올림 기준이 다를 수 있다. 세정장비 한정 누적 출하로 전사 전체 제품 또는 현재 현역 설치 기반이 아니다.

회사 정의 설비투자액 company_defined_capital_expenditures

제품·기술 Company CAPEX · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021 SCE002509 종료 2021-03-31	**7,842** equal	EQF011 공개일 미확인	Printed p.6, CAPEX
FY2022 SCE002513 종료 2022-03-31	**13,409** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, CAPEX
FY2023 SCE002517 종료 2023-03-31	**29,015** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, CAPEX
FY2024 SCE002521 종료 2024-03-31	**39,812** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, CAPEX
FY2025 SCE002525 종료 2025-03-31	**29,729** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, CAPEX
FY2026 SCE002529 종료 2026-03-31	**27,710** equal	EQF012 공개일 미확인	Printed p.6, CAPEX

공통 비고 3월 말 종료 회계연도. SPE는 반도체 장비 부문 매출이고 CAPEX·R&D·상각은 전사 수치다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. Fact Book의 CAPEX·R&D와 영문 연차보고서의 금액·반올림 기준이 다를 수 있다. Fact Book은 2023년3월기부터 백만엔 미만 절사, 이전에는 반올림했다.

Tokyo Electron TOKYO_ELECTRON

감가상각·무형자산상각비 depreciation_amortization_expense

제품·기술 All company products/services · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2016 SCE002387 종료 2016-03-31	**19,257** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, E7

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017 SCE002388 종료 2017-03-31	**17,872** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, F7
FY2018 SCE002389 종료 2018-03-31	**20,619** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, G7
FY2019 SCE002390 종료 2019-03-31	**24,323** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, H7
FY2020 SCE002391 종료 2020-03-31	**29,107** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, I7
FY2021 SCE002392 종료 2021-03-31	**33,843** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, J7
FY2022 SCE002393 종료 2022-03-31	**36,727** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, K7
FY2023 SCE002394 종료 2023-03-31	**42,927** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, L7
FY2024 SCE002395 종료 2024-03-31	**52,339** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, M7
FY2025 SCE002396 종료 2025-03-31	**62,148** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, N7
FY2026 SCE002397 종료 2026-03-31	**80,982** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 7, O7

공통 비고 FY는 3월 말 종료 연도. 전사 연결 수치와 장비 설치 기반을 구분한다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. 유형자산 취득 현금지출은 지출 규모를 양수로 보관하며 회사 정의 CAPEX와 다른 지표다.

설치 기반 연간 증가 제시 범위 installed_base_annual_increase_indicated_range

제품·기술 Company equipment installed base · **범위** indicative_annual_rate_not_year_specific_flow · **단위** systems/year · **기간** undated_annual_rate · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
disclosure_2026-03 SCE002410	**4,000–6,000** range	EQF002 2026-09-15	PDF p.13 FY는 3월 말 종료 연도. 전사 연결 수치와 장비 설치 기반을 구분한다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. 유형자산 취득 현금지출은 지출 규모를 양수로 보관하며 회사 정의 CAPEX와 다른 지표다. 연간 증가 약4,000~6,000대는 특정 연도 실측 출하가 아닌 회사의 설명 범위다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All company products/services · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2016 SCE002376 종료 2016-03-31	**663,948** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, E5
FY2017 SCE002377 종료 2017-03-31	**799,719** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, F5
FY2018 SCE002378 종료 2018-03-31	**1,130,728** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, G5
FY2019 SCE002379 종료 2019-03-31	**1,278,240** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, H5
FY2020 SCE002380 종료 2020-03-31	**1,127,286** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, I5
FY2021 SCE002381 종료 2021-03-31	**1,399,102** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, J5
FY2022 SCE002382 종료 2022-03-31	**2,003,805** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, K5
FY2023 SCE002383 종료 2023-03-31	**2,209,025** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, L5
FY2024 SCE002384 종료 2024-03-31	**1,830,527** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, M5
FY2025 SCE002385 종료 2025-03-31	**2,431,568** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, N5
FY2026 SCE002386 종료 2026-03-31	**2,443,533** equal	EQF001 공개일 미확인	1-2, row 5, O5

공통 비고 FY는 3월 말 종료 연도. 전사 연결 수치와 장비 설치 기반을 구분한다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. 유형자산 취득 현금지출은 지출 규모를 양수로 보관하며 회사 정의 CAPEX와 다른 지표다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 Company R&D · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017 SCE002411 종료 2017-03-31	**83,800** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2018 SCE002413 종료 2018-03-31	**97,103** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019 SCE002415 종료 2019-03-31	**113,980** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2020 SCE002417 종료 2020-03-31	**120,268** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2021 SCE002419 종료 2021-03-31	**136,648** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2022 SCE002421 종료 2022-03-31	**158,256** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2023 SCE002423 종료 2023-03-31	**191,196** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2024 SCE002425 종료 2024-03-31	**202,873** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2025 SCE002427 종료 2025-03-31	**250,017** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2026 SCE002429 종료 2026-03-31	**277,866** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary

공통 비고 FY는 3월 말 종료 연도. 전사 연결 수치와 장비 설치 기반을 구분한다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. 유형자산 취득 현금지출은 지출 규모를 양수로 보관하며 회사 정의 CAPEX와 다른 지표다.

유형자산 취득 현금지출 규모 cash_ppe_purchases_outflow_magnitude

제품·기술 All company products/services · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2016 SCE002398 종료 2016-03-31	**11,294** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, E20
FY2017 SCE002399 종료 2017-03-31	**17,557** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, F20
FY2018 SCE002400 종료 2018-03-31	**41,750** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, G20
FY2019 SCE002401 종료 2019-03-31	**46,517** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, H20
FY2020 SCE002402 종료 2020-03-31	**49,369** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, I20
FY2021 SCE002403 종료 2021-03-31	**53,806** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, J20

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002404 종료 2022-03-31	**56,153** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, K20
FY2023 SCE002405 종료 2023-03-31	**66,897** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, L20
FY2024 SCE002406 종료 2024-03-31	**116,993** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, M20
FY2025 SCE002407 종료 2025-03-31	**158,374** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, N20
FY2026 SCE002408 종료 2026-03-31	**208,984** equal	EQF001 공개일 미확인	1-4, row 20, O20

공통 비고 FY는 3월 말 종료 연도. 전사 연결 수치와 장비 설치 기반을 구분한다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. 유형자산 취득 현금지출은 지출 규모를 양수로 보관하며 회사 정의 CAPEX와 다른 지표다.

장비 설치 기반 대수 installed_base_systems

제품·기술 Company equipment installed base · **범위** worldwide_company_equipment · **단위** systems · **기간** month_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026-03 SCE002409 종료 2026-03-31	**> 100,000** greater_than	EQF002 2026-09-15	PDF p.13; p.16 FY는 3월 말 종료 연도. 전사 연결 수치와 장비 설치 기반을 구분한다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. 유형자산 취득 현금지출은 지출 규모를 양수로 보관하며 회사 정의 CAPEX와 다른 지표다. 원문의 over 100,000 units를 보존한다. 챔버나 연간 출하 통계가 아니다.

회사 정의 설비투자액 company_defined_capital_expenditures

제품·기술 Company defined CAPEX · **범위** consolidated_total · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** Japanese_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017 SCE002412 종료 2017-03-31	**20,697** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2018 SCE002414 종료 2018-03-31	**45,603** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2019 SCE002416 종료 2019-03-31	**49,754** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2020 SCE002418 종료 2020-03-31	**54,666** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2021 SCE002420 종료 2021-03-31	**53,868** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022 SCE002422 종료 2022-03-31	**57,288** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2023 SCE002424 종료 2023-03-31	**74,432** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2024 SCE002426 종료 2024-03-31	**121,841** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2025 SCE002428 종료 2025-03-31	**162,171** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary
FY2026 SCE002430 종료 2026-03-31	**216,063** equal	EQF002 2026-09-15	PDF p.155, Consolidated 10-year Financial Summary

공통 비고 FY는 3월 말 종료 연도. 전사 연결 수치와 장비 설치 기반을 구분한다. FY2022부터 새 수익인식기준을 적용했다. 유형자산 취득 현금지출은 지출 규모를 양수로 보관하며 회사 정의 CAPEX와 다른 지표다.

Veeco Instruments VEECO

과학·기타 시장 매출 scientific_other_end_market_revenue

제품·기술 Scientific and other · **범위** end_market_Scientific_and_Other · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002555 종료 2023-12-31	**77,980** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2024 SCE002562 종료 2024-12-31	**74,247** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2025 SCE002569 종료 2025-12-31	**88,940** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market

공통 비고 고객 시장별 매출과 부품·업그레이드·서비스 매출 비중은 서로 다른 분류 축으로 중복된다. 금액을 장비 대수나 처리능력으로 환산하지 않는다.

데이터 저장장치 시장 매출 data_storage_end_market_revenue

제품·기술 Data storage · **범위** end_market_Data_Storage · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002554 종료 2023-12-31	**88,473** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2024 SCE002561 종료 2024-12-31	**98,852** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE002568 종료 2025-12-31	**39,238** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market

공통 비고 고객 시장별 매출과 부품·업그레이드·서비스 매출 비중은 서로 다른 분류 축으로 중복된다. 금액을 장비 대수나 처리능력으로 환산하지 않는다.

부품·개조·서비스·지원 매출 비중 parts_upgrades_service_support_revenue_share

제품·기술 Parts, upgrades, service and support · **범위** denominator_company_net_sales_cross_cut · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002557 종료 2023-12-31	**약 22** approximately	EQF016 2026-02-25	Business / revenue paragraph: approximately 25%, 20%, 22%
2024 SCE002564 종료 2024-12-31	**약 20** approximately	EQF016 2026-02-25	Business / revenue paragraph: approximately 25%, 20%, 22%
2025 SCE002571 종료 2025-12-31	**약 25** approximately	EQF016 2026-02-25	Business / revenue paragraph: approximately 25%, 20%, 22%

공통 비고 고객 시장별 매출과 부품·업그레이드·서비스 매출 비중은 서로 다른 분류 축으로 중복된다. 금액을 장비 대수나 처리능력으로 환산하지 않는다.

실리콘 반도체 시장 매출 semiconductor_end_market_revenue

제품·기술 Silicon semiconductor · **범위** end_market_Semiconductor · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002552 종료 2023-12-31	**412,724** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2024 SCE002559 종료 2024-12-31	**466,611** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2025 SCE002566 종료 2025-12-31	**476,559** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market

공통 비고 고객 시장별 매출과 부품·업그레이드·서비스 매출 비중은 서로 다른 분류 축으로 중복된다. 금액을 장비 대수나 처리능력으로 환산하지 않는다.

연결 매출액 consolidated_revenue

제품·기술 All Veeco products/services · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002551 종료 2023-12-31	**666,435** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002558 종료 2024-12-31	**717,301** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2025 SCE002565 종료 2025-12-31	**664,294** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market

공통 비고 고객 시장별 매출과 부품·업그레이드·서비스 매출 비중은 서로 다른 분류 축으로 중복된다. 금액을 장비 대수나 처리능력으로 환산하지 않는다.

연구개발비 research_development_expense

제품·기술 Company R&D · **범위** consolidated_total · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002556 종료 2023-12-31	**112,853** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2024 SCE002563 종료 2024-12-31	**124,507** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2025 SCE002570 종료 2025-12-31	**119,641** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market

공통 비고 고객 시장별 매출과 부품·업그레이드·서비스 매출 비중은 서로 다른 분류 축으로 중복된다. 금액을 장비 대수나 처리능력으로 환산하지 않는다.

화합물반도체 시장 매출 compound_semiconductor_end_market_revenue

제품·기술 Compound semiconductor · **범위** end_market_Compound_Semiconductor · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** US_GAAP

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002553 종료 2023-12-31	**87,258** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2024 SCE002560 종료 2024-12-31	**77,591** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market
2025 SCE002567 종료 2025-12-31	**59,557** equal	EQF016 2026-02-25	Statements of Operations; Note 19 sales by end-market

공통 비고 고객 시장별 매출과 부품·업그레이드·서비스 매출 비중은 서로 다른 분류 축으로 중복된다. 금액을 장비 대수나 처리능력으로 환산하지 않는다.

SUPPLY CHAIN · SUBSYSTEMS

장비 부품·진공·전원·프로브·소켓

244개 기록 · 20개 회사 · 1994 / 2011부터 원문 기준의 개별 기간

장비 부품·서브시스템은 완성 장비, 웨이퍼 가공, 소재 원재료와 구별되는 가치사슬이다. 진공 밸브(VAT), 펌프·배기(Edwards/Atlas Copco, EBARA, Pfeiffer), 가스 제어·RF 전원(HORIBA STEC, MKS, Advanced Energy), 가스 공급·정제 시스템(원익홀딩스), 정밀 쿼츠·실리콘·세라믹·SiC 소모품(Ferrotec, 하나머티리얼즈, TCK, 원익QnC, Tosoh Quartz, CoorsTek), 프로브카드·테스트 접점(FormFactor, Technoprobe, Micronics Japan, Japan Electronic Materials, ISC, LEENO)을 나눠 수집했다.

실물 물량의 공개 범위는 좁다. EBARA Fujisawa의 건식진공펌프 누적 출하는 1994년 1만 대, 2011년 10만 대, 2018년 5월 15만 대, 2022년 20만 대다. 20만 대 도달월은 2023 IR Day의 6월과 2022 공식 보도자료의 7월이 상충하여 같은 충돌 그룹으로 보존했다. 누적 출하는 연간 생산량이나 현재 설치·가동 대수가 아니다. 원익홀딩스 GSS/GPU 생산수량은 2024년 3,035시스템, 2025년 2,021시스템, 2026년 1분기 511시스템으로 공시됐다. ISC의 2023–25년 Test Socket 및 PIN 혼합 생산수량은 각각 12,154·15,048·15,416천 개다. 소켓과 핀은 구성 단위가 다르므로 전부 소켓 개수로 읽으면 안 된다. 2021년에는 이전 공시의 Test Socket 9,666천 개와 후속 공시의 Socket/PIN 9,421천 개가 달라 품목 범위와 원문 빈티지를 보존했다.

‘생산능력’이라는 표 제목만 보고 개수로 읽으면 큰 오류가 난다. 하나머티리얼즈의 2021–23년 생산능력은 최대 월 제조비용×영업개월수이고, 생산실적은 총제조비용이다. TCK의 생산능력/생산실적 표는 매출원가 기준 금액이다. 원익QnC의 지역·제품별 능력과 생산실적은 생산액 금액이며 쿼츠 해외사업에는 기초원료·Solar 등 다른 용도도 섞일 수 있다. 이 값들은 모두 financial_amount로 분류했다. 시간 기준 가동률은 별도 utilization이다. 원익QnC 중국 세정의 2026년 1분기 가동률 113.0%는 공시 원값이며 상한 100%를 임의 적용하지 않았다.

물량을 구할 수 없는 경우 재무지표의 범위를 명시했다. FormFactor의 2017–25년 Logic/DRAM/Flash 프로브카드 매출을 Systems와 구분했고 Advanced Energy의 2018–25년 Semiconductor Equipment 최종시장 매출을 회사 전체 매출과 구별했다. MKS의 반도체 최종시장 매출은 MFC 전용 매출이 아니라 진공·광학·소재 등 여러 사업부를 포함한다. HORIBA의 기존 Semiconductor 부문 2024년 매출 120,466백만 엔과 재분류된 Materials & Semiconductor 부문 149,791백만 엔은 분모가 다르다. Technoprobe의 2025년 매출에는 DIS Tech 전기간 연결 효과가 있어 전년 대비 증가를 순수 부품 물량 증가로 읽을 수 없다. JEM의 일본식 FY2025는 2025년 4월~2026년 3월이므로 다른 기업의 연도명과 바로 결합하면 안 된다.

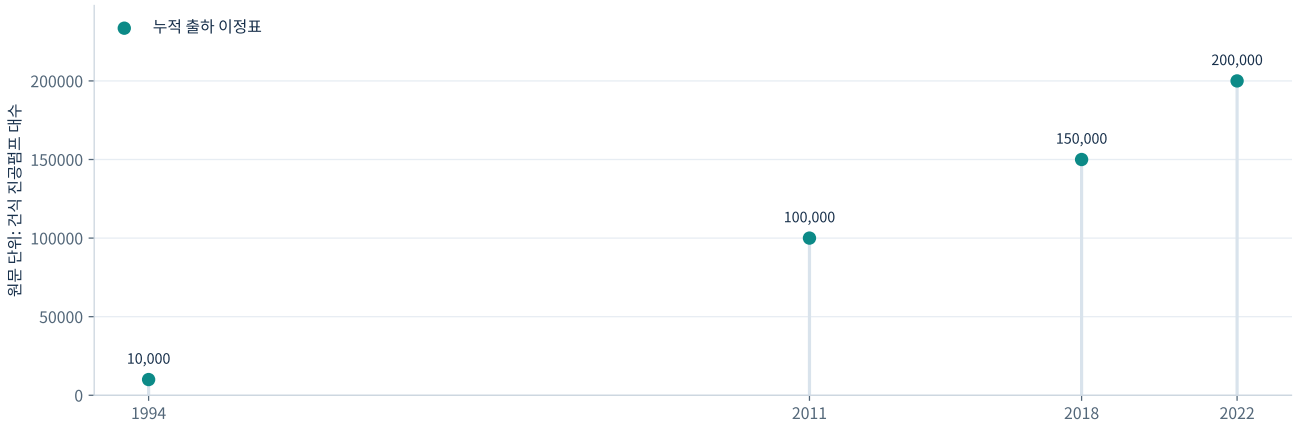
경과한 연도의 계획도 실적으로 바꾸지 않았다. Edwards Genesee의 2025년 목표 초기 능력 1만 대/년과 공간상 잠재 능력 2만 대/년은 공장 운영 완료 증거가 아니다. Ferrotec의 FY3/23 당시 FY3/24–26 제품 매출 목표는 보존하고 별도 공시의 FY3/24–25 실적을 추가해 공개 시점별 예측오차 분석을 지원한다. VAT의 2019–25년 specification wins는 설계 채택·신규계약 건수로, 밸브 출하나 장비 설치 대수가 아니다. 비상장 CoorsTek의 반도체 전용 부품 물량은 공개 확인하지 못했고 그룹 전체 세라믹 사업이나 시설 수를 임의 배분하지 않았다.

HORIBA는 2023년 Fukuchiyama 신공장 계획에서 일본 MFC 능력을 당시 Kyoto+Aso 기준 최대 약 3배로 확장할 수 있다고 공시했다. 2026년 7월 본격 가동 개시는 별도로 확인했다. 가동 개시, 최대 능력 확보, 실제 출하 3배 달성은 다른 사건이다. 2026년 공시에서도 MFC 3배와 약액농도계 약 2배 능력은 향후 확장 가능치다. 2023년과 2026년 공시의 기준 시점도 같다고 가정하지 않았다.

AI 학습·예측 데이터는 회사·사업부·제품·지역·단위·기간·실적/전망·공개일·원문 빈티지를 유지해야 한다. 금액 기준 생산은 물량과 분리하고 누적 출하는 연간 흐름과 구별해야 한다. 미공개 값은 0 대신 NULL이다. 일부 원문 공개일은 확인하지 못해 NULL이며 당시 정보 가용성을 요구하는 백테스트에 바로 투입하면 안 된다. 제조비용·판매가격·환율·제품 믹스·M&A에 민감한 매출과 부품 수량은 상관될 수 있어도 같은 측정치는 아니다.

장비 부품 | EBARA 건식 진공펌프 누적 출하

후지사와 공장 · 공시한 이정표 시점만 표시 · 연도 간 보간 없음



2022년 20만 대 달성 월은 공시 간 6월/7월 차이가 있어 연도만 표시했습니다. 최신 확인 공시를 선택했습니다.
누적 출하량은 현재 가동 설치 대수가 아니며 차이를 연간 생산량으로 환산하지 않았습니다.
출처: SUB012, SUB013 | 확인기준 2026-10-17 · 최신 확인 공시 선택

대표 계열의 추세를 보여주는 차트입니다. 표시되지 않은 제품·회사·정의는 아래 전체 관측 표에서 확인합니다. 원단위와 비교 범위를 유지하며 분야 전체 합계로 해석하지 않습니다.

Advanced Energy Industries ADVANCED_ENERGY

반도체장비 시장 매출 semiconductor_equipment_end_market_revenue

제품·기술 RF/plasma power and related precision power systems and services · **범위** Semiconductor Equipment end market; not whole-company revenue · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002677	**743.8** equal	SUB008 공개일 미확인	Revenue disaggregation: Semiconductor Equipment
2024 SCE002678	**792.5** equal	SUB008 공개일 미확인	Revenue disaggregation: Semiconductor Equipment
2025 SCE002679	**839.9** equal	SUB008 공개일 미확인	Revenue disaggregation: Semiconductor Equipment

공통 비고 2019년 Artesyn 인수 등 연결범위 변화 고려. 매출을 RF 전원/매처 출하 대수로 변환하지 않음. 원문 공시 정밀도 보존.

반도체장비 시장 매출 semiconductor_equipment_end_market_revenue

제품·기술 RF/plasma power and related precision power systems and services · **범위** Semiconductor Equipment end market; not whole-company revenue · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE002672	**533,770** equal	SUB006 공개일 미확인	Revenue disaggregation: Semiconductor Equipment

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002673	**403,018** equal	SUB006 공개일 미확인	Revenue disaggregation: Semiconductor Equipment
2020 SCE002674	**611,864** equal	SUB007 공개일 미확인	Revenue disaggregation: Semiconductor Equipment
2021 SCE002675	**710,174** equal	SUB007 공개일 미확인	Revenue disaggregation: Semiconductor Equipment
2022 SCE002676	**930,809** equal	SUB007 공개일 미확인	Revenue disaggregation: Semiconductor Equipment

공통 비고 2019년 Artesyn 인수 등 연결범위 변화 고려. 매출을 RF 전원/매처 출하 대수로 변환하지 않음. 원문 공시 정밀도 보존.

Atlas Copco Group ATLAS_COPCO

진공 부문 설비투자 vacuum_technique_capital_expenditures

제품·기술 Vacuum Technique assets · **범위** Vacuum Technique total capital expenditures · **단위** million_SEK · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002684	**2,260** equal	SUB010 공개일 미확인	Segment information; Total capital expenditures
2025 SCE002686	**2,696** equal	SUB010 공개일 미확인	Segment information; Total capital expenditures

공통 비고 PPE 및 무형자산 투자 합계. 사용권자산 취득이 포함되므로 현금 설비투자와 일치하지 않을 수 있음. 생산 대수 아님.

진공 부문 외부 매출 vacuum_technique_external_revenue

제품·기술 Vacuum equipment, exhaust management and services · **범위** Vacuum Technique; external customers only · **단위** million_SEK · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002683	**40,419** equal	SUB010 공개일 미확인	Segment information; Revenues from external customers
2025 SCE002685	**36,700** equal	SUB010 공개일 미확인	Segment information; Revenues from external customers

공통 비고 반도체 외 산업·과학 진공 포함. 부문내부거래 포함 total revenue 40,441/36,727M SEK와 구별.

EBARA Corporation EBARA

건식진공펌프 누적 출하 cumulative_dry_vacuum_pump_shipments

제품·기술 Dry vacuum pumps · **범위** Fujisawa factory cumulative shipments · **단위** dry_pumps · **기간** milestone_date · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022-06 SCE002692	**200,000** equal	SUB013 2023-12-04	Slide13 / PDFp26 누적 출하로서 연간 출하량과 구분. 20만대에서 과거 15만대를 빼도 기간 길이가 달라 월별/연간 시계열로 보간하지 않음. 동시대2022-07-04 공식보도자료는2022년7월로표기하므로도달월충돌.연도수준2022확정, 월미확정.
2022-07 SCE002864	**200,000** equal	SUB032 2022-07-04	Introductoryparagraph 원문2022년7월.후속2023IRDay는6월로상충.월단위충돌그룹보존;동일 20만대이정표이므로두관측을합산하거나증분으로해석금지.

건식진공펌프 누적 출하 cumulative_dry_vacuum_pump_shipments

제품·기술 Dry vacuum pumps · **범위** Fujisawa factory cumulative shipments since first commercial shipment 1986 · **단위** dry_pumps · **기간** milestone_date · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
1994 SCE002689	**10,000** equal	SUB012 2018-05-30	History of Dry Vacuum Pumps
2011 SCE002690	**100,000** equal	SUB012 2018-05-30	History of Dry Vacuum Pumps
2018-05 SCE002691	**150,000** equal	SUB012 2018-05-30	History of Dry Vacuum Pumps

공통 비고 누적 출하. 순설치/현재 가동대수 아님. 반도체 외 디스플레이·태양전지·LED·분석기기 등 확장용도 포함 가능.

컴포넌트 사업 매출 components_business_revenue

제품·기술 Dry pumps, abatement, EUV exhaust and related components · **범위** Components business, excludes broader Precision Machinery CMP systems · **단위** billion_JPY · **기간** calendar_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002697	**96.0** equal	SUB013 2023-12-04	Slide13 / PDFp26; Transitions in Revenue 2023은 원문 당시 Plan으로서 실제 매출이 아님. 반도체 외 수요 및 부품 사업 혼합 가능.

컴포넌트 사업 매출 components_business_revenue

제품·기술 Dry pumps, abatement, EUV exhaust and related components · **범위** Components business, excludes broader Precision Machinery CMP systems · **단위** billion_JPY · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002693	**58.9** equal	SUB013 2023-12-04	Slide13 / PDFp26; Transitions in Revenue

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002694	**60.5** equal	SUB013 2023-12-04	Slide13 / PDFp26; Transitions in Revenue
2021 SCE002695	**82.4** equal	SUB013 2023-12-04	Slide13 / PDFp26; Transitions in Revenue
2022 SCE002696	**101.4** equal	SUB013 2023-12-04	Slide13 / PDFp26; Transitions in Revenue

공통 비고 2023은 원문 당시 Plan으로서 실제 매출이 아님. 반도체 외 수요 및 부품 사업 혼합 가능.

Edwards Vacuum EDWARDS

잠재 확장 공장 능력 potential_expanded_factory_capacity

제품·기술 Semiconductor dry vacuum pumps · **범위** Genesee site potential expansion space · **단위** dry_pumps/year · **기간** undated_target · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
future_undated SCE002688	**20,000** equal	SUB011 공개일 미확인	Space available for reaching capacity of 20,000/year 확장 가능한 공간에 관한 잠재치. 확정 설치완료 능력이나 실제 생산량 아님.

초기 공장 능력 계획 planned_initial_factory_capacity

제품·기술 Semiconductor dry vacuum pumps · **범위** Genesee County NY, WNY STAMP initial phase · **단위** dry_pumps/year · **기간** calendar_year · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE002687	**10,000** equal	SUB011 공개일 미확인	Scheduled operational in 2025; initially capable of producing 10,000/year 계획 문서. 2025년이 지났더라도 실제 가동·생산 실적으로 자동 전환하지 않음.

Ferrotec Corporation / Ferrotec Holdings FERROTEC

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 CVD-SiC · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2022 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/22 SCE002706 종료 2022-03-31	**2,975** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 CVD-SiC · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2023 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/23 SCE002707 종료 2023-03-31	**4,812** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 CVD-SiC · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2024 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002860 종료 2024-03-31	**6,836** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 CVD-SiC · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2025 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/25 SCE002861 종료 2025-03-31	**8,192** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Ceramics · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2022 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/22 SCE002704 종료 2022-03-31	**18,816** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Ceramics · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2023 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/23 SCE002705 종료 2023-03-31	**27,194** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Ceramics · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2024 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002858 종료 2024-03-31	**24,314** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Ceramics · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2025 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/25 SCE002859 종료 2025-03-31	**33,155** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Equipment parts cleaning · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2022 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/22 SCE002708 종료 2022-03-31	**9,672** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Equipment parts cleaning · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2023 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/23 SCE002709 종료 2023-03-31	**12,170** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Equipment parts cleaning · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2024 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002862 종료 2024-03-31	**11,719** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Equipment parts cleaning · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2025 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/25 SCE002863 종료 2025-03-31	**15,306** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Quartz · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2022 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/22 SCE002700 종료 2022-03-31	**21,217** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Quartz · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2023 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/23 SCE002701 종료 2023-03-31	**28,837** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Quartz · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2024 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002854 종료 2024-03-31	**28,242** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Quartz · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2025 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/25 SCE002855 종료 2025-03-31	**31,930** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Silicon parts · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2022 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/22 SCE002702 종료 2022-03-31	**8,565** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Silicon parts · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2023 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/23 SCE002703 종료 2023-03-31	**17,542** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Silicon parts · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2024 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002856 종료 2024-03-31	**14,604** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Silicon parts · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2025 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/25 SCE002857 종료 2025-03-31	**13,687** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Vacuum feedthroughs · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2024 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002852 종료 2024-03-31	**25,242** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Vacuum feedthroughs · **범위** Consolidated product category; fiscal year endingMarch2025 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/25 SCE002853 종료 2025-03-31	**39,195** equal	SUB031 공개일 미확인	Sales byProductFY3/25 full-year actual columns 실적공시. FY3/23당시 전망별도보존.2022–23 Vacuumfeedthroughs andmetalprocessing와2024–25Vacuumfeedthroughs 명칭/범위변경가능성 있어 단순연결주의.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Vacuum feedthroughs and metal processing · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2022 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/22 SCE002698 종료 2022-03-31	**18,858** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 component_product_revenue

제품·기술 Vacuum feedthroughs and metal processing · **범위** Consolidated product category; fiscal year ending March 2023 · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/23 SCE002699 종료 2023-03-31	**27,976** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide4; Sales by product 재무 매출. 쿼츠 도가니·파워반도체 기판 사업과 분리. 부품 실물 수량/웨이퍼 생산량으로 환산 불가.

부품 품목별 매출 목표 component_product_revenue_target

제품·기술 CVD-SiC · **범위** Company forecast/target published with FY3/23 results · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002719 종료 2024-03-31	**6,450** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37
FY3/25 SCE002720 종료 2025-03-31	**6,900** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37
FY3/26 SCE002721 종료 2026-03-31	**8,360** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37

공통 비고 원문 FY3/24 plan, FY3/25–26 target. 이미 경과한 회계연도도 전망 상태 보존.

부품 품목별 매출 목표 component_product_revenue_target

제품·기술 Ceramics · **범위** Company forecast/target published with FY3/23 results · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002716 종료 2024-03-31	**20,680** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37
FY3/25 SCE002717 종료 2025-03-31	**27,670** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37
FY3/26 SCE002718 종료 2026-03-31	**41,560** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37

공통 비고 원문 FY3/24 plan, FY3/25–26 target. 이미 경과한 회계연도도 전망 상태 보존.

부품 품목별 매출 목표 component_product_revenue_target

제품·기술 Quartz · **범위** Company forecast/target published with FY3/23 results · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002710 종료 2024-03-31	**22,420** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37
FY3/25 SCE002711 종료 2025-03-31	**30,620** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37
FY3/26 SCE002712 종료 2026-03-31	**41,050** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37

공통 비고 원문 FY3/24 plan, FY3/25–26 target. 이미 경과한 회계연도도 전망 상태 보존.

부품 품목별 매출 목표 component_product_revenue_target

제품·기술 Silicon parts · **범위** Company forecast/target published with FY3/23 results · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY3/24 SCE002713 종료 2024-03-31	**14,840** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37
FY3/25 SCE002714 종료 2025-03-31	**16,210** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37
FY3/26 SCE002715 종료 2026-03-31	**26,130** equal	SUB014 공개일 미확인	Slide37

공통 비고 원문 FY3/24 plan, FY3/25–26 target. 이미 경과한 회계연도도 전망 상태 보존.

FormFactor FORMFACTOR

프로브카드 용도별 매출 probe_card_end_market_revenue

제품·기술 DRAM probe cards · **범위** Probe Cards market revenue; consolidated; excludes Systems market · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017 SCE002650	**124,685** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM
FY2018 SCE002649	**135,333** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM
FY2019 SCE002648	**147,257** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM
FY2020 SCE002659	**109,734** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM
FY2021 SCE002658	**156,049** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM
FY2022 SCE002657	**133,446** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM
FY2023 SCE002668	**113,779** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM
FY2024 SCE002667	**227,422** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM
FY2025 SCE002666	**247,397** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: DRAM

공통 비고 매출. 프로브카드 개수·접촉핀 개수·테스트된 칩 개수와 다름. Flash 원문 분류를 NAND 전용으로 치환하지 않음.

프로브카드 용도별 매출 probe_card_end_market_revenue

제품·기술 Flash probe cards · **범위** Probe Cards market revenue; consolidated; excludes Systems market · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017 SCE002653	**16,395** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: Flash
FY2018 SCE002652	**40,477** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: Flash
FY2019 SCE002651	**25,554** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: Flash
FY2020 SCE002662	**25,822** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: Flash
FY2021 SCE002661	**41,420** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: Flash
FY2022 SCE002660	**48,780** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: Flash
FY2023 SCE002671	**20,585** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: Flash

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE002670	**17,356** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: Flash
FY2025 SCE002669	**20,604** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: Flash

공통 비고 매출. 프로브카드 개수·접촉핀 개수·테스트된 칩 개수와 다름. Flash 원문 분류를 NAND 전용으로 치환하지 않음.

프로브카드 용도별 매출 probe_card_end_market_revenue

제품·기술 Foundry & Logic probe cards · **범위** Probe Cards market revenue; consolidated; excludes Systems market · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017 SCE002647	**313,714** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic
FY2018 SCE002646	**258,459** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic
FY2019 SCE002645	**318,552** equal	SUB003 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic
FY2020 SCE002656	**446,183** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic
FY2021 SCE002655	**435,812** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic
FY2022 SCE002654	**409,196** equal	SUB004 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic
FY2023 SCE002665	**363,539** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic
FY2024 SCE002664	**381,182** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic
FY2025 SCE002663	**369,897** equal	SUB005 공개일 미확인	Revenue note table: Foundry & Logic

공통 비고 매출. 프로브카드 개수·접촉핀 개수·테스트된 칩 개수와 다름. Flash 원문 분류를 NAND 전용으로 치환하지 않음.

HORIBA / HORIBA STEC HORIBA

MFC 생산능력 배수 계획 planned_mfc_production_capacity_ratio

제품·기술 Mass flow controllers · **범위** Japan domestic capacity versus existing Kyoto+Aso asof2023announcement · **단위** times_baseline_capacity · **기간** target_year · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026 SCE002865	**≤ 3** less_than_or_equal	SUB033 2023-12-26	Capacity can be expanded up toapproximatelythree times currentlevel 절대연산대수아님.새공장최대확장가능능력;2026실제물량3배달성의미아님.

공장 및 장비 투자 계획 planned_factory_and_equipment_investment

제품·기술 MFC and chemical concentration monitors · **범위** KyotoFukuchiyamafactory;plannedcapitalinvestment · **단위** billion_JPY · **기간** project_period · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-07/2026-01 SCE002866	**약 17.0** approximately	SUB033 2023-12-26	Facilityoverviewinvestment 2023발표당시투자계획;실제누적현금지출아님.연구센터등다른프로젝트 투자와합산주의.

기존 반도체 부문 매출 semiconductor_segment_external_revenue

제품·기술 MFC and semiconductor instruments/systems · **범위** Legacy Semiconductor segment, consolidated external customers · **단위** million_JPY · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE002817	**38,828** equal	SUB022 2018-06-29	Printed p78 sales to outside customers HORIBA STEC 단독 MFC 출하가 아님.2016부터 수익인식이 출하일 중심에서 설치완료일/계약 인도일 기준으로 변경;2015이전은 소급수정 안 됨.
2017 SCE002818	**53,300** equal	SUB022 2018-06-29	Printed p78 sales to outside customers HORIBA STEC 단독 MFC 출하가 아님.2016부터 수익인식이 출하일 중심에서 설치완료일/계약 인도일 기준으로 변경;2015이전은 소급수정 안 됨.
2023 SCE002819	**112,872** equal	SUB023 2025-02-17	Consolidated Segment Results -Net Sales 매출로서 MFC 실물개수 아님.2025신규 Materials & Semiconductor 부문과 비교시 범위 구분.
2024 SCE002820	**120,466** equal	SUB023 2025-02-17	Consolidated Segment Results -Net Sales 매출로서 MFC 실물개수 아님.2025신규 Materials & Semiconductor 부문과 비교시 범위 구분.

소재·반도체 부문 매출 materials_and_semiconductor_segment_revenue

제품·기술 Materials & Semiconductor broad field · **범위** 2025 reporting segmentation,2024comparison restated · **단위** million_JPY · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002821	**149,791** equal	SUB023 2025-02-17	Reference reporting segment fromFY2025:Materials&Semiconductor 기존2024 Semiconductor120,466백만엔과 별도 재분류 지표. 두 금액 합산금지.

소재·반도체 부문 매출 materials_and_semiconductor_segment_revenue

제품·기술 Materials & Semiconductor broad field · **범위** 2025full-year forecast as of2025-02-17 · **단위** million_JPY · **기간** calendar_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE002822	**159,000** equal	SUB023 2025-02-17	Reference reporting segment fromFY2025 forecast 연초 전망.2025실적 공개값이 아니므로 미래정보 누출/실적치 혼용 금지.

약액농도계 잠재 생산능력 배수 potential_chemical_monitor_production_capacity_ratio

제품·기술 Chemical concentration monitors · **범위** DomesticJapancapacityfuturepotential;currentlevelbaselineasofJuly2026release · **단위** times_baseline_capacity · **기간** undated_target · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
future_undated SCE002869	**약 2** approximately	SUB034 2026-07-03	Capacityfuturepotentialparagraph 원문약2배의향후확장가능능력.출하실적아님.

잠재 MFC 생산능력 배수 potential_mfc_production_capacity_ratio

제품·기술 Mass flow controllers · **범위** DomesticJapancapacityfuturepotential;currentlevelbaselineasofJuly2026release · **단위** times_baseline_capacity · **기간** undated_target · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
future_undated SCE002868	**≤ 3** less_than_or_equal	SUB034 2026-07-03	Capacityfuturepotentialparagraph 2026가동발표에서도향후확장가능치로표현.2023기준과2026기준분모를동일하다고가정하지않음.

증설공장 가동 이정표 factory_capacity_expansion_operating_milestone

제품·기술 Mass flow controllers and chemical concentration monitors · **범위** Kyoto Fukuchiyama Factory · **단위** milestone · **기간** month_milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026-07 SCE002867	**Full-scale operations commenced at Kyoto Fukuchiyama Factory** equal	SUB034 2026-07-03	Leadparagraph 본격가동개시확인.월단위공시;공장가동사실이향후최대3배능력을즉시모두확보했다는증거는아님.

Japan Electronic Materials / 日本電子材料 JAPAN_ELECTRONIC_MATERIALS

감가상각 depreciation

제품·기술 Probe cards and electron-tube components · **범위** Group investment table;not semiconductor-only · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026 SCE002844 종료 2027-03-31	**1,800** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp10investment table 전체그룹 투자/개발비/감가상각.2025年度는2026-03기말,2026年度는2027-03기말 전망. 현금유형자산취득3,521과 설비투자3,866은 정의가 달라 대체금지.

감가상각 depreciation

제품·기술 Probe cards and electron-tube components · **범위** Group investment table;not semiconductor-only · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE002841 종료 2026-03-31	**1,427** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp10investment table 전체그룹 투자/개발비/감가상각.2025年度는2026-03기말,2026年度는2027-03기말 전망. 현금유형자산취득3,521과 설비투자3,866은 정의가 달라 대체금지.

반도체 검사부품 매출 semiconductor_test_component_revenue

제품·기술 Semiconductor testing components / probe cards · **범위** Semiconductor testing components sales;excludes electron tube parts · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024Q1 SCE002831 종료 2024-06-30	**4,938** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp3quarterly sales chart
FY2024Q2 SCE002832 종료 2024-09-30	**4,793** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp3quarterly sales chart
FY2024Q3 SCE002833 종료 2024-12-31	**4,839** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp3quarterly sales chart
FY2024Q4 SCE002834 종료 2025-03-31	**9,032** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp3quarterly sales chart
FY2025Q1 SCE002835 종료 2025-06-30	**5,381** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp3quarterly sales chart
FY2025Q2 SCE002836 종료 2025-09-30	**6,831** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp3quarterly sales chart
FY2025Q3 SCE002837 종료 2025-12-31	**8,294** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp3quarterly sales chart
FY2025Q4 SCE002838 종료 2026-03-31	**8,635** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp3quarterly sales chart

공통 비고 회사 FY명칭은4월 시작년도. 예FY2025Q4=2026년1–3월. 분기값은 연간수치아님. 매출개수변환 금지.

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 Probe cards and electron-tube components · **범위** Group investment table;not semiconductor-only · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026 SCE002843 종료 2027-03-31	**7,000** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp10investment table 전체그룹 투자/개발비/감가상각.2025年度는2026-03기말,2026年度는2027-03기말 전망. 현금유형자산취득3,521과 설비투자3,866은 정의가 달라 대체금지.

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 Probe cards and electron-tube components · **범위** Group investment table;not semiconductor-only · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE002840 종료 2026-03-31	**3,866** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp10investment table 전체그룹 투자/개발비/감가상각.2025年度는2026-03기말,2026年度는2027-03기말 전망. 현금유형자산취득3,521과 설비투자3,866은 정의가 달라 대체금지.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 Probe cards and electron-tube components · **범위** Group investment table;not semiconductor-only · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** company_forecast · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026 SCE002842 종료 2027-03-31	**2,200** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp10investment table 전체그룹 투자/개발비/감가상각.2025年度는2026-03기말,2026年度는2027-03기말 전망. 현금유형자산취득3,521과 설비투자3,866은 정의가 달라 대체금지.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 Probe cards and electron-tube components · **범위** Group investment table;not semiconductor-only · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE002839 종료 2026-03-31	**1,681** equal	SUB028 2026-05-14	PDFp10investment table 전체그룹 투자/개발비/감가상각.2025年度는2026-03기말,2026年度는2027-03기말 전망. 현금유형자산취득3,521과 설비투자3,866은 정의가 달라 대체금지.

MKS Instruments / MKS Inc. MKS

반도체 최종시장 매출 semiconductor_end_market_revenue

제품·기술 Vacuum/gas control, photonics and materials products and services · **범위** Company semiconductor end market, across divisions · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002680	**1,479** equal	SUB009 공개일 미확인	Revenue table: Semiconductor
2024 SCE002681	**1,498** equal	SUB009 공개일 미확인	Revenue table: Semiconductor
2025 SCE002682	**1,696** equal	SUB009 공개일 미확인	Revenue table: Semiconductor

공통 비고 MFC 전용 매출이 아니며 RF/진공/광학/소재가 포함될 수 있음. Atotech 인수 전후 연결범위와 사업부 정의 변화에 주의.

Micronics Japan MICRONICS_JAPAN

증설공장 가동 이정표 factory_capacity_expansion_operating_milestone

제품·기술 DRAM/memory probe cards · **범위** Aomori Factory new building · **단위** milestone · **기간** half_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025H2 SCE002830	**New Aomori factory building began operations and expanded capacity** equal	SUB027 공개일 미확인	2025second-half new building operations 정량 능력/출하 개수는 미공개. 원문 운영시점은2025년 하반기이며 임의 월일을 넣지 않음.

Pfeiffer Vacuum Technology PFEIFFER_VACUUM

반도체·신기술 시장 매출 semiconductor_and_emerging_technologies_revenue

제품·기술 Vacuum pumps, components and systems · **범위** Semiconductor and Emerging Technologies market · **단위** million_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002823	**284.6** equal	SUB024 공개일 미확인	Sales by Market 2021년 시장분류 재편으로2020비교값은 조정됨. 반도체와 Emerging Technologies 혼합. 실물펌프 대수아님.
2021 SCE002824	**393.2** equal	SUB024 공개일 미확인	Sales by Market 2021년 시장분류 재편으로2020비교값은 조정됨. 반도체와 Emerging Technologies 혼합. 실물펌프 대수아님.
2022 SCE002825	**471.1** equal	SUB025 2023-03-21	Page1 실물 생산/출하 대수아님;일반산업/R&D최종시장 매출 제외.

Technoprobe TECHNOPROBE

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 Probe cards and test interfaces · **범위** Technoprobe group consolidated, expense magnitude · **단위** thousand_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002827	**63,374** equal	SUB026 공개일 미확인	Directors report:Research and development expense
2025 SCE002829	**54,355** equal	SUB026 공개일 미확인	Directors report:Research and development expense

공통 비고 손익계산서 비용의 양수 크기로 표시. 취득특허/개발자산 전체CAPEX와 다름.

테스트 인터페이스 연결매출 test_interface_consolidated_revenue

제품·기술 Probe cards and test interfaces, consolidated mix · **범위** Technoprobe group consolidated · **단위** thousand_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002826	**543,153** equal	SUB026 공개일 미확인	Directors report:Group income statement
2025 SCE002828	**628,380** equal	SUB026 공개일 미확인	Directors report:Group income statement

공통 비고 2025 DIS Tech 전년 부분연결→당년전기간 반영 등 M&A범위 영향. 프로브카드 단독 출하대수 아님.

Tosoh Quartz Corporation TOSOH_QUARTZ

공장 증설 이정표 factory_expansion_milestone

제품·기술 Quartz glass components · **범위** TosohQuartzTaiwanTainan · **단위** milestone · **기간** year_milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002847	**New Tainan factory building began operations** equal	SUB029 공개일 미확인	Companyhistoryentry2019
2020 SCE002848	**Tainan factory expansion** equal	SUB029 공개일 미확인	Companyhistoryentry2020
2025 SCE002851	**Tainan factory expansion** equal	SUB029 공개일 미확인	Companyhistoryentry2025

공통 비고 공장증설/가동 사실만 확인. 해당년 전체생산량·신규연산개수·월별가동시점 미공개.

공장 증설 이정표 factory_expansion_milestone

제품·기술 Quartz glass components · **범위** Yamagata factory Japan · **단위** milestone · **기간** year_milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE002845	**New manufacturing facility opened** equal	SUB029 공개일 미확인	Companyhistoryentry2018
2024 SCE002850	**Yamagata factory capacity expansion** equal	SUB029 공개일 미확인	Companyhistoryentry2024

공통 비고 공장증설/가동 사실만 확인. 해당년 전체생산량·신규연산개수·월별가동시점 미공개.

공장 증설 이정표 factory_expansion_milestone

제품·기술 Quartz glass components · **범위** Yonezawa factory Japan · **단위** milestone · **기간** year_milestone · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002846	**New plant began operations** equal	SUB029 공개일 미확인	Companyhistoryentry2019
2022 SCE002849	**Yonezawa factory expansion** equal	SUB029 공개일 미확인	Companyhistoryentry2022

공통 비고 공장증설/가동 사실만 확인. 해당년 전체생산량·신규연산개수·월별가동시점 미공개.

VAT Group VAT_GROUP

반도체 사업부 매출 semiconductor_business_unit_net_sales

제품·기술 Vacuum valves and adjacent subsystems · **범위** Semiconductors business unit, including high-end flat-panel display applications · **단위** million_CHF · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002626	**518.0** equal	SUB002 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)
2024 SCE002630	**632.2** equal	SUB001 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)
2025 SCE002634	**724.7** equal	SUB001 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)

공통 비고 통화 표시 재무지표. 밸브 대수나 반도체 전용 매출로 환산하지 않음. 부문 전체와 하위 사업부는 합산 금지.

반도체 사업부 수주 semiconductor_business_unit_order_intake

제품·기술 Vacuum valves and adjacent subsystems · **범위** Semiconductors business unit, including high-end flat-panel display applications · **단위** million_CHF · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002627	**387.7** equal	SUB002 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)
2024 SCE002631	**713.4** equal	SUB001 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)
2025 SCE002635	**675.9** equal	SUB001 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)

공통 비고 통화 표시 재무지표. 밸브 대수나 반도체 전용 매출로 환산하지 않음. 부문 전체와 하위 사업부는 합산 금지.

밸브 부문 수주 valves_segment_order_intake

제품·기술 Vacuum valves and adjacent subsystems · **범위** Valves segment incl. Advanced Industrials · **단위** million_CHF · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002629	**554.4** equal	SUB002 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)
2024 SCE002633	**858.1** equal	SUB001 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)
2025 SCE002637	**821.0** equal	SUB001 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)

공통 비고 통화 표시 재무지표. 밸브 대수나 반도체 전용 매출로 환산하지 않음. 부문 전체와 하위 사업부는 합산 금지.

밸브 부문 외부 매출 valves_segment_external_net_sales

제품·기술 Vacuum valves and adjacent subsystems · **범위** Valves segment external net sales; includes Advanced Industrials · **단위** million_CHF · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002628	**712.4** equal	SUB002 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)
2024 SCE002632	**774.7** equal	SUB001 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)
2025 SCE002636	**874.7** equal	SUB001 공개일 미확인	Key figures: Valves; printed p.46 (2025) / p.36 (2024)

공통 비고 통화 표시 재무지표. 밸브 대수나 반도체 전용 매출로 환산하지 않음. 부문 전체와 하위 사업부는 합산 금지.

설계 채택 건수 specification_wins_count

제품·기술 Vacuum solutions · **범위** VAT reported specification wins · **단위** design_wins · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002638	**95** equal	SUB001 공개일 미확인	Printed p.39 specification wins chart; p.47 explanation
2020 SCE002639	**106** equal	SUB001 공개일 미확인	Printed p.39 specification wins chart; p.47 explanation
2021 SCE002640	**112** equal	SUB001 공개일 미확인	Printed p.39 specification wins chart; p.47 explanation
2022 SCE002641	**99** equal	SUB001 공개일 미확인	Printed p.39 specification wins chart; p.47 explanation
2023 SCE002642	**120** equal	SUB001 공개일 미확인	Printed p.39 specification wins chart; p.47 explanation
2024 SCE002643	**132** equal	SUB001 공개일 미확인	Printed p.39 specification wins chart; p.47 explanation
2025 SCE002644	**150** equal	SUB001 공개일 미확인	Printed p.39 specification wins chart; p.47 explanation

공통 비고 설계 채택/신규계약 건수. 장비 설치 대수·밸브 출하량·매출 인식 건수가 아님.

리노공업 / LEENO Industrial LEENO

공장 및 장비 투자 계획 planned_factory_and_equipment_investment

제품·기술 New factory and equipment · **범위** Busan Eco Delta City industrial block33;land excluded · **단위** KRW · **기간** project_period · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-11-11/2026-11-10 SCE002808	**97,182,000,000** equal	SUB018 2025-03-18	II.3 ongoing investment plan 2024-11-08 이사회 결의. 토지취득액 제외 총소요자금 계획이며 실제지출·완공 생산능력이 아님.

테스트 부품 품목별 매출 test_component_product_revenue

제품·기술 IC TEST SOCKET · **범위** Company product sales; excludes medical device components · **단위** thousand_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE002805	**184,336,137** equal	SUB018 2025-03-18	II.2 주요제품 등의 현황
2023 SCE002806	**157,715,500** equal	SUB018 2025-03-18	II.2 주요제품 등의 현황
2024 SCE002807	**171,825,929** equal	SUB018 2025-03-18	II.2 주요제품 등의 현황

공통 비고 LEENO PIN은 반도체 외 PCB 전기검사도 포함 가능. 제품 금액을 핀/소켓 개수로 변환하지 않음.

테스트 부품 품목별 매출 test_component_product_revenue

제품·기술 LEENO PIN · **범위** Company product sales; excludes medical device components · **단위** thousand_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE002802	**109,220,787** equal	SUB018 2025-03-18	II.2 주요제품 등의 현황
2023 SCE002803	**70,384,864** equal	SUB018 2025-03-18	II.2 주요제품 등의 현황
2024 SCE002804	**75,163,559** equal	SUB018 2025-03-18	II.2 주요제품 등의 현황

공통 비고 LEENO PIN은 반도체 외 PCB 전기검사도 포함 가능. 제품 금액을 핀/소켓 개수로 변환하지 않음.

아이에스시 / ISC ISC

테스트소켓 생산수량 test_socket_production_volume

제품·기술 Test Socket (old disclosure category) · **범위** Seongnam/Vietnam as disclosed in2021report · **단위** thousand_pieces · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002812	**9,701** equal	SUB019 2022-03-23	II.3 생산실적, 제19–21기
2020 SCE002813	**8,480** equal	SUB019 2022-03-23	II.3 생산실적, 제19–21기
2021 SCE002814	**9,666** equal	SUB019 2022-03-23	II.3 생산실적, 제19–21기

공통 비고 2021 공시의 Test Socket 품목값. 후속2023 공시의 Test Socket 및 PIN 2021값9,421천개와 정의/범위가 다르므로 자동 병합·성장률 연결 금지.

테스트소켓·핀 혼합 생산수량 test_socket_and_pin_production_volume

제품·기술 Test Socket and PIN, mixed total · **범위** Korea and Vietnam manufacturing sites; includes PIN production · **단위** thousand_pieces · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002809	**12,154** equal	SUB021 2026-03-18	II.3 나.생산실적
2024 SCE002810	**15,048** equal	SUB021 2026-03-18	II.3 나.생산실적
2025 SCE002811	**15,416** equal	SUB021 2026-03-18	II.3 나.생산실적

공통 비고 PIN 포함 혼합 생산수량. 소켓 개수와 핀 개수는 기능/구성단위가 달라 단일제품 생산력으로 해석하지 않음. 2025 기업결합/합병 범위변화 고려.

테스트소켓·핀 혼합 생산수량 test_socket_and_pin_production_volume

제품·기술 Test Socket and PIN, mixed total · **범위** Korea/Vietnam as disclosed in2023report · **단위** thousand_pieces · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002815	**9,421** equal	SUB020 2024-03-20	II.3 나.생산실적, 제21-22기
2022 SCE002816	**21,505** equal	SUB020 2024-03-20	II.3 나.생산실적, 제21-22기

공통 비고 PIN포함 혼합치. 2021 원문은 이전2021보고서의 Socket9,666천개와 차이. 물량단위는 같아도 품목 정의/범위 차이로 구분.

원익큐엔씨 / Wonik QnC WONIK_QNC

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Ceramics for LCD etc. · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002774	**23,000** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002776	**25,406** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Ceramics for LCD etc. · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002778	**7,300** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Quartz · **범위** Germany operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002767	**17,726** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002769	**23,722** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Quartz · **범위** Germany operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002771	**5,947** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Quartz · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002746	**246,100** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002748	**258,058** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Quartz · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002750	**69,467** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Quartz · **범위** Taiwan operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002760	**76,186** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002762	**89,086** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Quartz · **범위** Taiwan operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002764	**21,600** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Quartz · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002753	**516,808** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002755	**454,432** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Quartz · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002757	**117,038** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** China operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002795	**10,874** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002797	**9,424** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** China operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002799	**2,054** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002781	**54,754** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002783	**80,702** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002785	**26,755** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002788	**14,565** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002790	**18,061** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산능력 monetary_production_capacity

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002792	**3,996** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Ceramics for LCD etc. · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002775	**21,560** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002777	**25,500** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Ceramics for LCD etc. · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002779	**7,700** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Quartz · **범위** Germany operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002768	**12,657** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002770	**24,569** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Quartz · **범위** Germany operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002772	**5,892** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Quartz · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002747	**233,454** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002749	**267,353** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Quartz · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002751	**78,793** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Quartz · **범위** Taiwan operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002761	**49,819** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002763	**62,922** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Quartz · **범위** Taiwan operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002765	**18,295** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Quartz · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002754	**477,317** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002756	**466,330** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Quartz · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002758	**115,701** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** China operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002796	**10,632** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002798	**10,454** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** China operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002800	**2,320** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002782	**45,093** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002784	**66,238** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002786	**22,929** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002789	**10,923** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)
2025 SCE002791	**13,546** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1)

공통 비고 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

생산액 기준 생산실적 monetary_production_amount

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** million_KRW_production_value_basis · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002793	**2,997** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 다.(1),라.(1) 생산능력·실적 모두 공시 생산액 기준 금액으로 개수 아님. 능력 산식은 조업일수×투입인원/장비×평균생산액. 쿼츠는 반도체 외 Solar·기초원료 포함 가능.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Ceramics for LCD etc. · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** percent · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002780	**60.9** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 라.(2)가동율 공시 실제시간/가동가능시간. 중국 세정113%는 공시 원값으로 상한 100%를 임의 적용하지 않음. 금액 생산/능력과 직접 동일하지 않음.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Quartz · **범위** Germany operations in subsidiary disclosure · **단위** percent · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002773	**78.3** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 라.(2)가동율 공시 실제시간/가동가능시간. 중국 세정113%는 공시 원값으로 상한 100%를 임의 적용하지 않음. 금액 생산/능력과 직접 동일하지 않음.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Quartz · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** percent · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002752	**94.7** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 라.(2)가동율 공시 실제시간/가동가능시간. 중국 세정113%는 공시 원값으로 상한 100%를 임의 적용하지 않음. 금액 생산/능력과 직접 동일하지 않음.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Quartz · **범위** Taiwan operations in subsidiary disclosure · **단위** percent · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002766	**77.7** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 라.(2)가동율 공시 실제시간/가동가능시간. 중국 세정113%는 공시 원값으로 상한 100%를 임의 적용하지 않음. 금액 생산/능력과 직접 동일하지 않음.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Quartz · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** percent · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002759	**95.0** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 라.(2)가동율 공시 실제시간/가동가능시간. 중국 세정113%는 공시 원값으로 상한 100%를 임의 적용하지 않음. 금액 생산/능력과 직접 동일하지 않음.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** China operations in subsidiary disclosure · **단위** percent · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002801	**113.0** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 라.(2)가동율 공시 실제시간/가동가능시간. 중국 세정113%는 공시 원값으로 상한 100%를 임의 적용하지 않음. 금액 생산/능력과 직접 동일하지 않음.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** Korea operations in subsidiary disclosure · **단위** percent · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002787	**68.3** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 라.(2)가동율 공시 실제시간/가동가능시간. 중국 세정113%는 공시 원값으로 상한 100%를 임의 적용하지 않음. 금액 생산/능력과 직접 동일하지 않음.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Semiconductor material/parts cleaning · **범위** United States operations in subsidiary disclosure · **단위** percent · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002794	**75.0** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 <원익큐엔씨> 라.(2)가동율 공시 실제시간/가동가능시간. 중국 세정113%는 공시 원값으로 상한 100%를 임의 적용하지 않음. 금액 생산/능력과 직접 동일하지 않음.

원익홀딩스 / Wonik Holdings WONIK_HOLDINGS

서브시스템 생산능력 subsystem_production_capacity

제품·기술 GSS/GPU gas supply/purification systems · **범위** Only items manufactured directly in Wonik Holdings production line · **단위** systems · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002740	**4,140** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 다.(1)생산능력/(3)생산실적
2025 SCE002742	**3,720** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 다.(1)생산능력/(3)생산실적

공통 비고 원문 System 수. 연초 수주계획·협력사 인력·표준근로시간을 가정한 능력과 실제실적 구분. 연간과1분기 기간 합산/연율화 금지.

서브시스템 생산능력 subsystem_production_capacity

제품·기술 GSS/GPU gas supply/purification systems · **범위** Only items manufactured directly in Wonik Holdings production line · **단위** systems · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002744	**870** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 다.(1)생산능력/(3)생산실적 원문 System 수. 연초 수주계획·협력사 인력·표준근로시간을 가정한 능력과 실제실적 구분. 연간과1분기 기간 합산/연율화 금지.

서브시스템 생산수량 subsystem_production_volume

제품·기술 GSS/GPU gas supply/purification systems · **범위** Only items manufactured directly in Wonik Holdings production line · **단위** systems · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE002741	**3,035** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 다.(1)생산능력/(3)생산실적
2025 SCE002743	**2,021** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 다.(1)생산능력/(3)생산실적

공통 비고 원문 System 수. 연초 수주계획·협력사 인력·표준근로시간을 가정한 능력과 실제실적 구분. 연간과1분기 기간 합산/연율화 금지.

서브시스템 생산수량 subsystem_production_volume

제품·기술 GSS/GPU gas supply/purification systems · **범위** Only items manufactured directly in Wonik Holdings production line · **단위** systems · **기간** quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026Q1 SCE002745	**511** equal	SUB017 2026-05-15	II.3 다.(1)생산능력/(3)생산실적 원문 System 수. 연초 수주계획·협력사 인력·표준근로시간을 가정한 능력과 실제실적 구분. 연간과1분기 기간 합산/연율화 금지.

티씨케이 / Tokai Carbon Korea TCK

매출원가 기준 생산실적 production_cogs_amount

제품·기술 Ceramic products: Ring and others · **범위** Anseong plant · **단위** hundred_million_KRW_cost_of_goods_sold · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002729	**1,347** equal	SUB016 2026-03-10	II.3 다.생산능력 및 생산실적
2024 SCE002730	**1,716** equal	SUB016 2026-03-10	II.3 다.생산능력 및 생산실적
2025 SCE002731	**1,916** equal	SUB016 2026-03-10	II.3 다.생산능력 및 생산실적

공통 비고 표 제목은 생산능력 및 생산실적이지만 명시 산식은 매출원가 기준 금액. 물량 생산능력으로 사용 불가.

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Ceramic products · **범위** Anseong plant;8h/day,21days/month · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE002732	**96** equal	SUB016 2026-03-10	II.3 라.가동률;available2,016h;actual1,941h 정수로 공시된 가동률. 전체 SiC Ring 시장 생산량이 아님.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 Precision carbon/ceramic components · **범위** Company R&D costs expensed in SG&A · **단위** thousand_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002737	**8,997,723** equal	SUB016 2026-03-10	II.6 연구개발비용 계
2024 SCE002738	**5,210,681** equal	SUB016 2026-03-10	II.6 연구개발비용 계
2025 SCE002739	**4,947,853** equal	SUB016 2026-03-10	II.6 연구개발비용 계

공통 비고 비용계정 금액. SiC링 생산수량·기술노드 수 아님.

완료된 공장 증설 투자 completed_plant_expansion_investment

제품·기술 Precision carbon/ceramic parts · **범위** Company disclosed completed plant expansion investment · **단위** hundred_million_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015 SCE002733	**102** equal	SUB016 2026-03-10	II.3 마.설비에 관한사항
2016 SCE002734	**220** equal	SUB016 2026-03-10	II.3 마.설비에 관한사항
2020 SCE002735	**363** equal	SUB016 2026-03-10	II.3 마.설비에 관한사항
2024 SCE002736	**243** equal	SUB016 2026-03-10	II.3 마.설비에 관한사항

공통 비고 연도별 전체현금 CAPEX가 아닌 공장 추가투자·증설 완료 금액. 다품목/반도체·태양전지·LED 용도가 포함될 수 있음.

하나머티리얼즈 / Hana Materials HANA_MATERIALS

시간 기준 공장 가동률 time_based_factory_utilization

제품·기술 Silicon parts · **범위** Actual operating hours / available hours · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 가동률

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE002728	**40.77** equal	SUB015 2024-03-15	II.3 라.(2): available4,495,488h; actual1,832,910h 금액 생산실적/금액 능력 비율과 다름. 가동률은 시간 기준 공시값.

제조비용 기준 생산능력 cost_valued_production_capacity

제품·기술 Silicon parts · **범위** Semiconductor-parts production; maximum monthly manufacturing-cost amount × operating months · **단위** million_KRW_manufacturing_cost_basis · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002722	**220,462** equal	SUB015 2024-03-15	II.3 다. 생산능력
2022 SCE002724	**222,789** equal	SUB015 2024-03-15	II.3 다. 생산능력
2023 SCE002726	**192,052** equal	SUB015 2024-03-15	II.3 다. 생산능력

공통 비고 제품 개수 아닌 제조비용 기준 금액. 연도별 최대 생산월×영업개월수 산식. 가격·원가·믹스 변동 포함.

제조비용 기준 생산실적 production_manufacturing_cost_amount

제품·기술 Silicon parts · **범위** Manufacturing cost incurred during year: materials, labor, overhead · **단위** million_KRW_manufacturing_cost · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE002723	**173,935** equal	SUB015 2024-03-15	II.3 라.(1)생산실적
2022 SCE002725	**205,196** equal	SUB015 2024-03-15	II.3 라.(1)생산실적
2023 SCE002727	**160,253** equal	SUB015 2024-03-15	II.3 라.(1)생산실적

공통 비고 원문 생산실적은 당기총제조비용. 웨이퍼 또는 소모성 부품 실물 생산수량 아님.

SUPPLY CHAIN · DISPLAYS

LCD·OLED·유리·Nikon·Canon 장비

621개 기록 · 16개 회사 · 2008 / 2009부터 원문 기준의 개별 기간

디스플레이는 완성 패널 개수, 순출하면적, 원판유리 투입, 생산면적, 재고 및 금융지표를 분리한다. 이 확장은 패널404행, 유리/디스플레이관련재무51행, FPD노광60행, 반도체노광106행으로 총621행이다. 수치가 있는16개사와 TEL커버리지메타데이터를 담는다.

LGD는2009–2025 완성패널 판매수와2008–2025 선별연도의 공장별 투입을 기록했다. Year-end input capacity는 연중 최대 관측월의 실제투입으로 명목설치능력/연평균/연말가동상태가 아니다. 공장별 최대월도 달라 합산은 특정월 총량이 아니다. AP3/AP4는2019년 1500x925mm와2020년이후1500x1850mm로 기준이 달라 기판매수만으로 같은면적 성장률을 계산할 수 없다. 2023–25 자동차별도 분류와 과거Mobile/other 분류에도 단절이 있다. 17개연도 용도별판매 합계는 원문총계와 일치한다.

BOE와TCL CSOT는2021–2025 LCD/OLED 생산/판매/재고면적을 확보했다. 재고는잔액, 생산/판매는유량이며 면적을 패널개수나 웨이퍼로 변환하지 않았다. TCL2025 Guangzhou LGD사업인수는 연결범위 확대이므로 유기적성장과 분리해야 한다. AUO는2017–2019 10인치 이상/중소형 패널 개수와2019–2023면적을 보존했다. AUO2023 원문의 Kilometer squared 단위오기는 공식IR와대조해 천m^2로 교정하고 원라벨/검증URL을 남겼다. Innolux2023 판매표의 두연도제목이 모두2022로 잘못표기되어 모호한 판매행은 제외하고2022–23생산/능력만 사용했다.

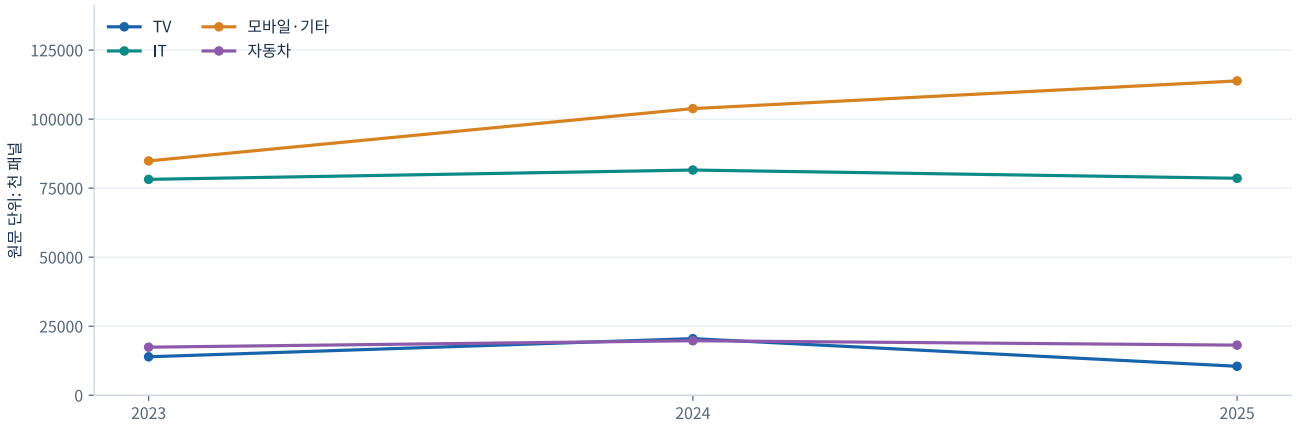
삼성디스플레이의 SDC CAPEX는2024년4.8조원/2025년2.8조원이다. A6장비반입은2024-03-08실제사건이며 연간노트북패널1000만개 및 2026년 양산체제와4.1조원투자는 당시계획이다. 목표시기가 지났더라도 자동실적으로 바꾸지 않는다. Tianma·Visionox·Everdisplay는 실제생산/판매/재고수량을 제공하지만 모든제품을 스마트폰OLED 단독물량으로 해석하면 안 된다. Everdisplay연혁의15K/month는 집계대상을 명시하지 않아 유리기판/완성패널로 단정하지 않았다. JDI의3월종료회계연도/제품분류개편과 Sharp사카이 공장의 특정생산중단도 따로 저장했다.

유리는 Corning2016–2025 Display부문 매출과선별연도CAPEX/RD&E/감가상각, AGC Display/Electronics매출, NEG2021–2025 Electronics&IT매출을 담는다. Corning2025고정환율은107→120JPY/USD로변경되며 비교기간은107로미재작성되어 기준단절이다. AGC Electronics와NEG Electronics&IT는 비디스플레이 재료를 포함한다. NEG의약80%비중으로 정확한디스플레이매출을역산하지 않았다. AGC Display값은회사슬라이드6ix재현본으로출처등급을표시했다.

Nikon FY2015/3–FY2026/3 FPD세대별/총계 및반도체광원별·신품/리퍼비시/총계, Canon2014–2025 FPD/반도체총계와2021–2025 KrF/i-line을 추가했다. Nikon세대합=FPD총계,광원합=반도체총계=신품+리퍼비시를 모든연도 검증했다. Nikon FY2016/3 FPD는당해공시51대와다음연도비교46대가 달라 두vintage를 별도 보존했다. JGAAP→IFRS 및 MiniStep&Repeat포함변경 때문에 모든연도를 동일정의 추세로 무조건 잇지 않는다. 판매·출하·설치·고객총보유는 다른개념이다. Canon Tokki OLED증착은 이광학노광대수와 별개다. TEL은 FY2024 단일부문전환으로 FPD/fieldsolutions잔액을 분리하지 않았고 coverage_gap만 저장했다.

디스플레이 | LG Display 용도별 패널 판매량

2025년 Form 20-F의 동일 용도 분류 · 2023–2025년 비교치 · 총계 중복 없음



판매 패널의 개수이며 면적·유리기판 투입량·패널 생산능력을 나타내지 않습니다.
총계는 별도 계열로 그리지 않았습니다. 과거 보고서의 다른 용도 분류와 연결하지 않았습니다.
출처: DSP005 | 확인기준 2026-10-17 · 최신 확인 공시 선택

대표 계열의 추세를 보여주는 차트입니다. 표시되지 않은 제품·회사·정의는 아래 전체 관측 표에서 확인합니다. 원단위와 비교 범위를 유지하며 분야 전체 합계로 해석하지 않습니다.

AGC AGC

디스플레이 사업매출 display_business_net_sales

제품·기술 Display business · **범위** Display subsegment within Electronics · **단위** hundred_million_JPY · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** company subsegment financial reporting

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003313 종료 2024-12-31	**1,792** equal	DSP042 2026-02-06	Issuerslide15Displayrow
2025 SCE003314 종료 2025-12-31	**1,847** equal	DSP042 2026-02-06	Issuerslide15Displayrow

공통 비고 회사슬라이드재현본확인. 원문PDF직접링크는미확보. 면적출하/생산아니며Electronics합계에포함되므로중복합산금지.

부문 순매출 segment_net_sales

제품·기술 Electronics · **범위** Electronics segment includes display and electronic materials · **단위** billion_JPY · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003311 종료 2024-12-31	**364.5** equal	DSP041 공개일 미확인	Electronicssegmentnetsales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003312 종료 2025-12-31	**355.1** equal	DSP041 공개일 미확인	Electronicssegmentnetsales

공통 비고 전체Electronics는디스플레이유리와포토마스크블랭크/전자재료등을함께포함. 유리단독매출/면적아님.

AUO Corporation AUO

패널 출하량 panel_unit_shipments

제품·기술 Large-sized panels (>=10 inch) · **범위** consolidated · **단위** million_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003196 종료 2017-12-31	**> 111.8** greater_than	DSP013 2018-02-07	Full-yearlargepanels
2018 SCE003198 종료 2018-12-31	**> 114.79** greater_than	DSP014 2019-01-29	Full-yearlargepanels
2019 SCE003200 종료 2019-12-31	**약 108.24** approximately	DSP015 2020-01-09	Full-yearlargepanels

공통 비고 대형경계10인치이상.2017/18원문exceeded는하한만저장.

패널 출하량 panel_unit_shipments

제품·기술 Small-and-medium-sized panels · **범위** consolidated · **단위** million_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003197 종료 2017-12-31	**168.85** equal	DSP013 2018-02-07	Full-yearsmallmediumpanels
2018 SCE003199 종료 2018-12-31	**166.6** equal	DSP014 2019-01-29	Full-yearsmallmediumpanels
2019 SCE003201 종료 2019-12-31	**약 131.02** approximately	DSP015 2020-01-09	Full-yearsmallmediumpanels

공통 비고 대형(10인치이상)과별도. 타사9인치경계와직접비교금지.

패널 출하면적 panel_shipment_area

제품·기술 All panel areas · **범위** consolidated · **단위** million_m2 · **기간** calendar_quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-Q2 SCE003211	**약 5.57** approximately	DSP020 2024-07-31	Q22024totalpanelarea 공식원문around표현.

패널 출하면적 panel_shipment_area

제품·기술 All panel areas · **범위** consolidated · **단위** million_m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE003202 종료 2019-12-31	**25.6** equal	DSP016 2021-02-04	Full-yeartotalpanelarea
2020 SCE003203 종료 2020-12-31	**25.55** equal	DSP016 2021-02-04	Full-yeartotalpanelarea
2021 SCE003204 종료 2021-12-31	**약 25.71** approximately	DSP017 2022-01-10	Full-yeartotalpanelarea
2022 SCE003205 종료 2022-12-31	**약 19.17** approximately	DSP018 2023-01-10	Full-yeartotalpanelarea

공통 비고 면적은개수/설치능력/제품가격을의미하지않는다.

패널 출하면적 panel_shipment_area

제품·기술 All panel areas · **범위** consolidated · **단위** thousand_m2 · **기간** calendar_quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023-Q1 SCE003206	**4,300** equal	DSP019 공개일 미확인	2023AnnualReportSpecialKPIConsolidatedshipment
2023-Q2 SCE003207	**5,706** equal	DSP019 공개일 미확인	2023AnnualReportSpecialKPIConsolidatedshipment
2023-Q3 SCE003208	**5,893** equal	DSP019 공개일 미확인	2023AnnualReportSpecialKPIConsolidatedshipment
2023-Q4 SCE003209	**5,086** equal	DSP019 공개일 미확인	2023AnnualReportSpecialKPIConsolidatedshipment

공통 비고 영문원문Kilometersquared는오기이며공식IR슬라이드/월간발표와대조하면천m^2이다(예:Q2=5.706millionm²). 원문오기를차원으로따르지않았다.

패널 출하면적 panel_shipment_area

제품·기술 All panel areas · **범위** consolidated · **단위** thousand_m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003210 종료 2023-12-31	**20,985** equal	DSP019 공개일 미확인	2023AnnualReportSpecialKPIConsolidatedshipment 영문원문Kilometersquared는오기이며공식IR슬라이드/월간발표와대조하면천m^2이다(예:Q2=5.706millionm²). 원문오기를차원으로따르지않았다.

BOE Technology Group BOE

패널 기말재고면적 panel_inventory_area

제품·기술 AMOLED · **범위** group display product category · **단위** thousand_m2 · **기간** year_end · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003155	**62** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2022 SCE003161	**108** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2023 SCE003167	**141** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2024 SCE003173	**163** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2025 SCE003179	**201** equal	DSP008 공개일 미확인	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table

공통 비고 원문K㎡는천m^2. 패널개수·원판유리투입과다르다. 재고는연말잔액,판매/생산은연간유량.

패널 기말재고면적 panel_inventory_area

제품·기술 TFT-LCD · **범위** group display product category · **단위** thousand_m2 · **기간** year_end · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003152	**6,000** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2022 SCE003158	**4,983** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2023 SCE003164	**5,690** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2024 SCE003170	**5,886** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2025 SCE003176	**6,851** equal	DSP008 공개일 미확인	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table

공통 비고 원문K㎡는천m^2. 패널개수·원판유리투입과다르다. 재고는연말잔액,판매/생산은연간유량.

패널 실제 생산면적 panel_production_area

제품·기술 AMOLED · **범위** group display product category · **단위** thousand_m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003154 종료 2021-12-31	**855** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003160 종료 2022-12-31	**1,157** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2023 SCE003166 종료 2023-12-31	**1,737** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2024 SCE003172 종료 2024-12-31	**2,115** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2025 SCE003178 종료 2025-12-31	**2,302** equal	DSP008 공개일 미확인	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table

공통 비고 원문K㎡는천m^2. 패널개수·원판유리투입과다르다. 재고는연말잔액,판매/생산은연간유량.

패널 실제 생산면적 panel_production_area

제품·기술 TFT-LCD · **범위** group display product category · **단위** thousand_m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003151 종료 2021-12-31	**79,091** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2022 SCE003157 종료 2022-12-31	**75,620** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2023 SCE003163 종료 2023-12-31	**78,107** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2024 SCE003169 종료 2024-12-31	**83,328** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2025 SCE003175 종료 2025-12-31	**90,998** equal	DSP008 공개일 미확인	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table

공통 비고 원문K㎡는천m^2. 패널개수·원판유리투입과다르다. 재고는연말잔액,판매/생산은연간유량.

패널 판매면적 panel_sales_area

제품·기술 AMOLED · **범위** group display product category · **단위** thousand_m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003153 종료 2021-12-31	**836** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2022 SCE003159 종료 2022-12-31	**1,125** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003165 종료 2023-12-31	**1,704** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2024 SCE003171 종료 2024-12-31	**2,093** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2025 SCE003177 종료 2025-12-31	**2,264** equal	DSP008 공개일 미확인	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table

공통 비고 원문K㎡는천m². 패널개수·원판유리투입과다르다. 재고는연말잔액,판매/생산은연간유량.

패널 판매면적 panel_sales_area

제품·기술 TFT-LCD · **범위** group display product category · **단위** thousand_m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003150 종료 2021-12-31	**75,969** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2022 SCE003156 종료 2022-12-31	**76,039** equal	DSP006 2023-04-04	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2023 SCE003162 종료 2023-12-31	**77,400** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2024 SCE003168 종료 2024-12-31	**83,132** equal	DSP007 2025-04-22	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table
2025 SCE003174 종료 2025-12-31	**90,032** equal	DSP008 공개일 미확인	MD&Aphysicalsaleshigherthanservices/table

공통 비고 원문K㎡는천m². 패널개수·원판유리투입과다르다. 재고는연말잔액,판매/생산은연간유량.

플렉시블 OLED 출하량 flexible_oled_panel_shipments

제품·기술 Flexible OLED · **범위** group · **단위** million_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003180 종료 2024-12-31	**약 140** approximately	DSP007 2025-04-22	AnnualReportp2shareholdermessage 원문nearly140million으로정확한정수가아니다.

Canon Inc. CANON

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD lithography · **범위** company annual unit sales · **단위** systems · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported annual unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE003457 종료 2014-12-31	**22** equal	DSP055 2016-01-27	FY2015resultsunitsrow/FY2014Actualcolumn
2015 SCE003459 종료 2015-12-31	**34** equal	DSP055 2016-01-27	FY2015resultsunitsrow/FY2015Actualcolumn
2016 SCE003461 종료 2016-12-31	**37** equal	DSP056 2017-01-31	FY2016resultsunitsrow/FY2016Actualcolumn
2017 SCE003463 종료 2017-12-31	**84** equal	DSP057 2018-01-30	FY2017resultsunitsrow/FY2017Actualcolumn
2018 SCE003465 종료 2018-12-31	**69** equal	DSP058 2019-01-30	FY2018resultsunitsrow/FY2018Actualcolumn
2019 SCE003467 종료 2019-12-31	**50** equal	DSP059 2020-01-29	FY2019resultsunitsrow/FY2019Actualcolumn
2020 SCE003469 종료 2020-12-31	**32** equal	DSP060 2021-01-28	FY2020resultsunitsrow/FY2020Actualcolumn
2021 SCE003471 종료 2021-12-31	**67** equal	DSP061 2022-01-27	FY2021resultsunitsrow/FY2021Actualcolumn
2022 SCE003473 종료 2022-12-31	**51** equal	DSP062 2023-01-30	FY2022resultsunitsrow/FY2022Actualcolumn
2023 SCE003475 종료 2023-12-31	**25** equal	DSP063 2024-01-30	FY2023resultsunitsrow/FY2023Actualcolumn
2024 SCE003477 종료 2024-12-31	**27** equal	DSP064 2025-01-30	FY2024resultsunitsrow/FY2024Actualcolumn
2025 SCE003479 종료 2025-12-31	**33** equal	DSP065 2026-01-29	FY2025resultsunitsrow/FY2025Actualcolumn

공통 비고 회사노광장비판매대수. FPD와IC반도체구분;TokkiOLED증착장비와별개이며고객별설치기반아님. 총계/기술별부분항목동시합산금지;인접계획값제외.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF · **범위** company annual unit sales · **단위** systems · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company annual unit sales by light source

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003481 종료 2021-12-31	**38** equal	DSP061 2022-01-27	FY2021semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn
2022 SCE003483 종료 2022-12-31	**51** equal	DSP062 2023-01-30	FY2022semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn
2023 SCE003485 종료 2023-12-31	**56** equal	DSP063 2024-01-30	FY2023semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn
2024 SCE003487 종료 2024-12-31	**51** equal	DSP064 2025-01-30	FY2024semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn
2025 SCE003489 종료 2025-12-31	**46** equal	DSP065 2026-01-29	FY2025semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn

공통 비고 광원별판매대수로총계에포함. 설치기반/Nanoimprint대수/웨이퍼생산과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line · **범위** company annual unit sales · **단위** systems · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company annual unit sales by light source

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003482 종료 2021-12-31	**102** equal	DSP061 2022-01-27	FY2021semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn
2022 SCE003484 종료 2022-12-31	**125** equal	DSP062 2023-01-30	FY2022semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn
2023 SCE003486 종료 2023-12-31	**131** equal	DSP063 2024-01-30	FY2023semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn
2024 SCE003488 종료 2024-12-31	**182** equal	DSP064 2025-01-30	FY2024semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn
2025 SCE003490 종료 2025-12-31	**188** equal	DSP065 2026-01-29	FY2025semiconductorunitbreakdown/annualActualcolumn

공통 비고 광원별판매대수로총계에포함. 설치기반/Nanoimprint대수/웨이퍼생산과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor lithography total · **범위** company annual unit sales · **단위** systems · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported annual unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE003458 종료 2014-12-31	**54** equal	DSP055 2016-01-27	FY2015resultsunitsrow/FY2014Actualcolumn
2015 SCE003460 종료 2015-12-31	**80** equal	DSP055 2016-01-27	FY2015resultsunitsrow/FY2015Actualcolumn
2016 SCE003462 종료 2016-12-31	**64** equal	DSP056 2017-01-31	FY2016resultsunitsrow/FY2016Actualcolumn
2017 SCE003464 종료 2017-12-31	**70** equal	DSP057 2018-01-30	FY2017resultsunitsrow/FY2017Actualcolumn
2018 SCE003466 종료 2018-12-31	**114** equal	DSP058 2019-01-30	FY2018resultsunitsrow/FY2018Actualcolumn
2019 SCE003468 종료 2019-12-31	**84** equal	DSP059 2020-01-29	FY2019resultsunitsrow/FY2019Actualcolumn
2020 SCE003470 종료 2020-12-31	**122** equal	DSP060 2021-01-28	FY2020resultsunitsrow/FY2020Actualcolumn
2021 SCE003472 종료 2021-12-31	**140** equal	DSP061 2022-01-27	FY2021resultsunitsrow/FY2021Actualcolumn
2022 SCE003474 종료 2022-12-31	**176** equal	DSP062 2023-01-30	FY2022resultsunitsrow/FY2022Actualcolumn
2023 SCE003476 종료 2023-12-31	**187** equal	DSP063 2024-01-30	FY2023resultsunitsrow/FY2023Actualcolumn
2024 SCE003478 종료 2024-12-31	**233** equal	DSP064 2025-01-30	FY2024resultsunitsrow/FY2024Actualcolumn
2025 SCE003480 종료 2025-12-31	**234** equal	DSP065 2026-01-29	FY2025resultsunitsrow/FY2025Actualcolumn

공통 비고 회사노광장비판매대수. FPD와IC반도체구분;TokkiOLED증착장비와별개이며고객별설치기반아님. 총계/기술별부분항목동시합산금지;인접계획값제외.

Corning Incorporated CORNING

부문 감가상각비 segment_depreciation

제품·기술 Display Technologies / Display glass · **범위** company segment · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** company segment financial reporting

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE003286 종료 2016-12-31	**598** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2017 SCE003289 종료 2017-12-31	**534** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2018 SCE003292 종료 2018-12-31	**585** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2020 SCE003295 종료 2020-12-31	**548** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2021 SCE003298 종료 2021-12-31	**605** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2022 SCE003301 종료 2022-12-31	**547** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2023 SCE003304 종료 2023-12-31	**481** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2024 SCE003307 종료 2024-12-31	**446** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2025 SCE003310 종료 2025-12-31	**421** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation

공통 비고 부문재무값을유리면적/장비대수로치환하지않는다. 감가상각은공통자산배분포함,RD&E는직접프로젝트비용.

부문 설비투자 segment_capital_expenditure

제품·기술 Display Technologies / Display glass · **범위** company segment · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** company segment financial reporting

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE003284 종료 2016-12-31	**464** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2017 SCE003287 종료 2017-12-31	**795** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2018 SCE003290 종료 2018-12-31	**755** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003293 종료 2020-12-31	**311** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2021 SCE003296 종료 2021-12-31	**710** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2022 SCE003299 종료 2022-12-31	**495** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2023 SCE003302 종료 2023-12-31	**363** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2024 SCE003305 종료 2024-12-31	**256** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2025 SCE003308 종료 2025-12-31	**302** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation

공통 비고 부문재무값을유리면적/장비대수로치환하지않는다. 감가상각은공통자산배분포함,RD&E는직접프로젝트비용.

부문 순매출 segment_net_sales

제품·기술 Display Technologies / Display glass · **범위** company segment constant-currency basis · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** company reportable-segment constant-currency net sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE003274 종료 2016-12-31	**3,288** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentsDisplaynetsales
2017 SCE003275 종료 2017-12-31	**3,137** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentsDisplaynetsales
2018 SCE003276 종료 2018-12-31	**3,276** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentsDisplaynetsales
2019 SCE003277 종료 2019-12-31	**3,254** equal	DSP038 공개일 미확인	ReportablesegmentsDisplaynetsales
2020 SCE003278 종료 2020-12-31	**3,172** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentsDisplaynetsales
2021 SCE003279 종료 2021-12-31	**3,700** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentsDisplaynetsales
2022 SCE003280 종료 2022-12-31	**3,306** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentsDisplaynetsales
2023 SCE003281 종료 2023-12-31	**3,532** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentsDisplaynetsales
2024 SCE003282 종료 2024-12-31	**3,872** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentsDisplaynetsales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003283 종료 2025-12-31	**3,697** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentsDisplaynetsales

공통 비고 고정환율관리회계부문매출로연결GAAP매출/유리생산면적과다르다.2025JPY/USDcore환율107→120변경시비교기간107을재작성하지않아2024→2025기준단절.

부문 연구개발·엔지니어링비 segment_research_development_engineering

제품·기술 Display Technologies / Display glass · **범위** company segment · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** company segment financial reporting

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE003285 종료 2016-12-31	**45** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2017 SCE003288 종료 2017-12-31	**88** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2018 SCE003291 종료 2018-12-31	**106** equal	DSP037 공개일 미확인	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2020 SCE003294 종료 2020-12-31	**99** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2021 SCE003297 종료 2021-12-31	**110** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2022 SCE003300 종료 2022-12-31	**124** equal	DSP039 2023-02-13	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2023 SCE003303 종료 2023-12-31	**102** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2024 SCE003306 종료 2024-12-31	**110** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation
2025 SCE003309 종료 2025-12-31	**97** equal	DSP040 2026-02-12	ReportablesegmentDisplaycolumnCAPEX/RD&E/depreciation

공통 비고 부문재무값을유리면적/장비대수로치환하지않는다. 감가상각은공통자산배분포함,RD&E는직접프로젝트비용.

Everdisplay Optronics (Shanghai) EVERDISPLAY

양산 개시 라인 공시 월처리능력 commissioned_line_monthly_capacity_stated

제품·기술 Phase II G6 AMOLED · **범위** Phase II first15K/month production line · **단위** thousand_units/month_as_stated · **기간** month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019-05 SCE003249	**15** equal	DSP030 공개일 미확인	Milestone2019.5 원문15K/monthcapacityline이라고만표기해집계대상(원판/완성패널)을확정하지않았다. 실제지속생산량/완성패널수로사용금지.

양산·출하 개시 mass_production_milestone

제품·기술 5.5-inch flexible AMOLED · **범위** company milestone record · **단위** milestone · **기간** month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018-07 SCE003243	**Mass production supply** equal	DSP030 공개일 미확인	Corporatehistory/2018-07 개발·반입·양산·출하단계구분. 원문의월/분기정밀도보존.

양산·출하 개시 mass_production_milestone

제품·기술 AMOLED fund-raised project · **범위** company milestone record · **단위** milestone · **기간** month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-03 SCE003248	**Fund-raised project mass production** equal	DSP030 공개일 미확인	Corporatehistory/2025-03 개발·반입·양산·출하단계구분. 원문의월/분기정밀도보존.

양산·출하 개시 mass_production_milestone

제품·기술 G4.5 AMOLED · **범위** company milestone record · **단위** milestone · **기간** month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014-12 SCE003242	**Phase I mass supply** equal	DSP030 공개일 미확인	Corporatehistory/2014-12 개발·반입·양산·출하단계구분. 원문의월/분기정밀도보존.

양산·출하 개시 mass_production_milestone

제품·기술 G6 automotive AMOLED · **범위** company milestone record · **단위** milestone · **기간** month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022-05 SCE003245	**Automotive mass production and shipments** equal	DSP030 공개일 미확인	Corporatehistory/2022-05 개발·반입·양산·출하단계구분. 원문의월/분기정밀도보존.

양산·출하 개시 mass_production_milestone

제품·기술 Hybrid AMOLED · **범위** company milestone record · **단위** milestone · **기간** month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-03 SCE003246	**Mass production and shipments** equal	DSP030 공개일 미확인	Corporatehistory/2024-03 개발·반입·양산·출하단계구분. 원문의월/분기정밀도보존.

양산·출하 개시 mass_production_milestone

제품·기술 Tablet AMOLED · **범위** company milestone record · **단위** milestone · **기간** calendar_quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020-Q2 SCE003244	**Tablet mass production** equal	DSP030 공개일 미확인	Corporatehistory/2020-Q2 개발·반입·양산·출하단계구분. 원문의월/분기정밀도보존.

양산·출하 개시 mass_production_milestone

제품·기술 Tandem AMOLED · **범위** company milestone record · **단위** milestone · **기간** month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-06 SCE003247	**Mass production and shipments** equal	DSP030 공개일 미확인	Corporatehistory/2024-06 개발·반입·양산·출하단계구분. 원문의월/분기정밀도보존.

패널 기말재고 panel_unit_inventory

제품·기술 AMOLED semiconductor display panels · **범위** consolidated · **단위** thousand_panels · **기간** year_end · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003240	**913.54** equal	DSP029 2025-03-29	AnnualReport2024production/salesanalysis 원문천패널. 면적·유리원판투입아님. 재고는연말잔액.

패널 실제 생산량 panel_unit_production

제품·기술 AMOLED semiconductor display panels · **범위** consolidated · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003238 종료 2024-12-31	**52,358.23** equal	DSP029 2025-03-29	AnnualReport2024production/salesanalysis 원문천패널. 면적·유리원판투입아님. 재고는연말잔액.

패널 출하량 panel_unit_shipments

제품·기술 Tablet and notebook AMOLED · **범위** mid-sized product line · **단위** million_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003241 종료 2024-12-31	**> 3** greater_than	DSP029 2025-03-29	Tablet/notebookannualshipments 원문300만개돌파로정확값대신하한.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 AMOLED semiconductor display panels · **범위** consolidated · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003239 종료 2024-12-31	**53,910.27** equal	DSP029 2025-03-29	AnnualReport2024production/salesanalysis 원문천패널. 면적·유리원판투입아님. 재고는연말잔액.

Innolux Corporation INNOLUX

연간 패널 생산능력 annual_panel_unit_capacity

제품·기술 TFT-LCD · **범위** company annual report total (all sizes) · **단위** thousand_panels/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003212 종료 2022-12-31	**500,100** equal	DSP021 공개일 미확인	2023AnnualReport5.2.5p110
2023 SCE003214 종료 2023-12-31	**500,200** equal	DSP021 공개일 미확인	2023AnnualReport5.2.5p110

공통 비고 연간완성패널개수기준. 실제생산/능력분리;크기별분할이없어원판투입능력과비교불가.

패널 실제 생산량 panel_unit_production

제품·기술 TFT-LCD · **범위** company annual report total (all sizes) · **단위** thousand_panels/year · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003213 종료 2022-12-31	**392,205** equal	DSP021 공개일 미확인	2023AnnualReport5.2.5p110
2023 SCE003215 종료 2023-12-31	**384,230** equal	DSP021 공개일 미확인	2023AnnualReport5.2.5p110

공통 비고 연간완성패널개수기준. 실제생산/능력분리;크기별분할이없어원판투입능력과비교불가.

Japan Display Inc. JAPAN_DISPLAY

연결매출 consolidated_revenue

제품·기술 All products · **범위** consolidated · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003250 종료 2021-03-31	**341.7** equal	DSP031 2022-05-13	Earningssummary
FY2022/3 SCE003251 종료 2022-03-31	**295.9** equal	DSP031 2022-05-13	Earningssummary
FY2024/3 SCE003252 종료 2024-03-31	**239.2** equal	DSP032 2024-05-13	Earningssummary
FY2025/3 SCE003253 종료 2025-03-31	**188.0** equal	DSP033 2025-05-15	Earningssummary
FY2026/3 SCE003254 종료 2026-03-31	**132.3** equal	DSP034 2026-05-14	Earningssummary

공통 비고 3월31일종료회계연도매출로생산량아님.

제품군 매출 product_category_revenue

제품·기술 Automotive · **범위** consolidated product category · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003257 종료 2021-03-31	**88.1** equal	DSP031 2022-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary
FY2022/3 SCE003261 종료 2022-03-31	**106.9** equal	DSP031 2022-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary
FY2026/3 SCE003268 종료 2026-03-31	**108.8** equal	DSP034 2026-05-14	Productbusinessoverview/earningssummary

공통 비고 FY24/3Q2 Mobile→LCDSmartphone,NonMobile→Smartwatch/VR는명칭변경. FY26/3은두제품군을Consumer/Industrial로합쳐분류단절. Core합계와세부동시합산금지.

제품군 매출 product_category_revenue

제품·기술 Consumer/Industrial · **범위** consolidated product category · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003267 종료 2026-03-31	**23.5** equal	DSP034 2026-05-14	Productbusinessoverview/earningssummary FY24/3Q2 Mobile→LCDSmartphone,NonMobile→Smartwatch/VR는명칭변경. FY26/3은두제품군을Consumer/Industrial로합쳐분류단절. Core 합계와세부동시합산금지.

제품군 매출 product_category_revenue

제품·기술 Core businesses (Automotive,Smartwatch/VR) · **범위** consolidated product category · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003263 종료 2024-03-31	**206.7** equal	DSP032 2024-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary
FY2025/3 SCE003265 종료 2025-03-31	**179.4** equal	DSP033 2025-05-15	Productbusinessoverview/earningssummary

공통 비고 FY24/3Q2 Mobile→LCDSmartphone,NonMobile→Smartwatch/VR는명칭변경. FY26/3은두제품군을Consumer/Industrial로합쳐분류단절. Core합계와세부동시합산금지.

제품군 매출 product_category_revenue

제품·기술 Mobile (China/Other) · **범위** consolidated product category · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003256 종료 2021-03-31	**34.9** equal	DSP031 2022-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary
FY2022/3 SCE003260 종료 2022-03-31	**41.4** equal	DSP031 2022-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary

공통 비고 FY24/3Q2 Mobile→LCDSmartphone,NonMobile→Smartwatch/VR는명칭변경. FY26/3은두제품군을Consumer/Industrial로합쳐분류단절. Core합계와세부동시합산금지.

제품군 매출 product_category_revenue

제품·기술 Mobile (US/Euro) · **범위** consolidated product category · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003255 종료 2021-03-31	**162.6** equal	DSP031 2022-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2022/3 SCE003259 종료 2022-03-31	**76.3** equal	DSP031 2022-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary

공통 비고 FY24/3Q2 Mobile→LCDSmartphone,NonMobile→Smartwatch/VR는명칭변경. FY26/3은두제품군을Consumer/Industrial로합쳐분류단절. Core합계와세부 동시합산금지.

제품군 매출 product_category_revenue

제품·기술 Non-Mobile · **범위** consolidated product category · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003258 종료 2021-03-31	**56.2** equal	DSP031 2022-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary
FY2022/3 SCE003262 종료 2022-03-31	**71.4** equal	DSP031 2022-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary

공통 비고 FY24/3Q2 Mobile→LCDSmartphone,NonMobile→Smartwatch/VR는명칭변경. FY26/3은두제품군을Consumer/Industrial로합쳐분류단절. Core합계와세부 동시합산금지.

제품군 매출 product_category_revenue

제품·기술 Non-core LCD smartphone · **범위** consolidated product category · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003264 종료 2024-03-31	**32.4** equal	DSP032 2024-05-13	Productbusinessoverview/earningssummary
FY2025/3 SCE003266 종료 2025-03-31	**8.6** equal	DSP033 2025-05-15	Productbusinessoverview/earningssummary

공통 비고 FY24/3Q2 Mobile→LCDSmartphone,NonMobile→Smartwatch/VR는명칭변경. FY26/3은두제품군을Consumer/Industrial로합쳐분류단절. Core합계와세부 동시합산금지.

현금 고정자산 취득 cash_fixed_asset_purchases

제품·기술 All operations · **범위** consolidated · **단위** billion_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** cash outflow magnitude (source cashflow sign negative)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003269 종료 2025-03-31	**10.5** equal	DSP034 2026-05-14	FY26/3slide23cashflowfixedassetpurchases
FY2026/3 SCE003270 종료 2026-03-31	**1.2** equal	DSP034 2026-05-14	FY26/3slide23cashflowfixedassetpurchases

공통 비고 현금흐름표음(-)유출을양의지출크기로표현한것이며부호규칙을명시.

LG Display LG_DISPLAY

OLED 매출비중 oled_revenue_share

제품·기술 OLED · **범위** consolidated revenues · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003148 종료 2025-12-31	**61** equal	DSP005 2026-04-28	Industryovercapacitydiscussion 개수·면적비중이아닌매출비중.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1000x1200 mm · **범위** fab:P4; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE002873 종료 2008-12-31	**157,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2008
2009 SCE002880 종료 2009-12-31	**160,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2009
2010 SCE002889 종료 2010-12-31	**154,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1000x1200 mm · **범위** fab:P4; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002900 종료 2011-12-31	**147,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2011
2012 SCE002910 종료 2012-12-31	**149,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2012
2013 SCE002920 종료 2013-12-31	**131,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1000x1200 mm · **범위** fab:P4; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002930 종료 2014-12-31	**125,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2014
2015 SCE002940 종료 2015-12-31	**98,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2015
2016 SCE002951 종료 2016-12-31	**92,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P4/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1100x1250 mm · **범위** fab:P5; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE002874 종료 2008-12-31	**175,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2008
2009 SCE002881 종료 2009-12-31	**182,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2009
2010 SCE002890 종료 2010-12-31	**175,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1100x1250 mm · **범위** fab:P5; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002901 종료 2011-12-31	**166,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2011
2012 SCE002911 종료 2012-12-31	**134,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2012

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2013 SCE002921 종료 2013-12-31	**109,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1100x1250 mm · **범위** fab:P5; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002931 종료 2014-12-31	**129,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2014
2015 SCE002941 종료 2015-12-31	**126,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2015
2016 SCE002952 종료 2016-12-31	**82,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1100x1250 mm · **범위** fab:P5; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002963 종료 2017-12-31	**69,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2017
2018 SCE002972 종료 2018-12-31	**76,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2018
2019 SCE002982 종료 2019-12-31	**72,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1100x1250 mm · **범위** fab:P5; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002991 종료 2020-12-31	**44,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2020
2021 SCE003001 종료 2021-12-31	**45,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P5/2021

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:AP3; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002988 종료 2020-12-31	**24,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2020
2021 SCE002998 종료 2021-12-31	**17,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2021
2022 SCE003008 종료 2022-12-31	**29,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2022

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:AP3; source_year:2025 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003017 종료 2023-12-31	**29,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2023
2024 SCE003024 종료 2024-12-31	**37,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2024
2025 SCE003032 종료 2025-12-31	**37,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2025

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서

로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:AP4; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002989 종료 2020-12-31	**31,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/AP4/2020
2021 SCE002999 종료 2021-12-31	**31,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/AP4/2021
2022 SCE003009 종료 2022-12-31	**28,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/AP4/2022

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:AP4; source_year:2025 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003018 종료 2023-12-31	**45,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/AP4/2023
2024 SCE003025 종료 2024-12-31	**47,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/AP4/2024
2025 SCE003033 종료 2025-12-31	**47,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/AP4/2025

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:AP5; source_year:2025 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003026 종료 2024-12-31	**17,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/AP5/2024
2025 SCE003034 종료 2025-12-31	**15,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/AP5/2025

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:P61; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002902 종료 2011-12-31	**190,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P61/2011
2012 SCE002912 종료 2012-12-31	**159,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P61/2012
2013 SCE002922 종료 2013-12-31	**132,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P61/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:P61; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002932 종료 2014-12-31	**93,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P61/2014
2015 SCE002942 종료 2015-12-31	**93,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P61/2015
2016 SCE002953 종료 2016-12-31	**75,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P61/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. AP3포함;P61자체는2016년7월폐쇄되어 연말가동능력으로 해석금지.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:P62; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE002885 종료 2009-12-31	**60,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2009

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2010 SCE002894 종료 2010-12-31	**62,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:P62; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002905 종료 2011-12-31	**63,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2011
2012 SCE002915 종료 2012-12-31	**63,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2012
2013 SCE002925 종료 2013-12-31	**59,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:P62; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002933 종료 2014-12-31	**50,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2014
2015 SCE002943 종료 2015-12-31	**46,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2015
2016 SCE002954 종료 2016-12-31	**50,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:P62; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002964 종료 2017-12-31	**49,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2017
2018 SCE002973 종료 2018-12-31	**45,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2018
2019 SCE002983 종료 2019-12-31	**46,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:P62; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002992 종료 2020-12-31	**46,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2020
2021 SCE003002 종료 2021-12-31	**44,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2021
2022 SCE003011 종료 2022-12-31	**40,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P62/2022

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x1850 mm · **범위** fab:P6; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE002875 종료 2008-12-31	**185,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P6/2008
2009 SCE002882 종료 2009-12-31	**205,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P6/2009

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2010 SCE002891 종료 2010-12-31	**205,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P6/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x925 mm · **범위** fab:AP3; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002961 종료 2017-12-31	**5,700** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2017
2018 SCE002970 종료 2018-12-31	**8,943** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2018
2019 SCE002979 종료 2019-12-31	**7,400** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/AP3/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1500x925 mm · **범위** fab:AP4; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE002980 종료 2019-12-31	**11,290** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/AP4/2019 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1950x2250 mm · **범위** fab:P7; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE002876 종료 2008-12-31	**162,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2008
2009 SCE002883 종료 2009-12-31	**200,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2009

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2010 SCE002892 종료 2010-12-31	**200,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1950x2250 mm · **범위** fab:P7; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002903 종료 2011-12-31	**196,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2011
2012 SCE002913 종료 2012-12-31	**202,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2012
2013 SCE002923 종료 2013-12-31	**197,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1950x2250 mm · **범위** fab:P7; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002934 종료 2014-12-31	**224,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2014
2015 SCE002944 종료 2015-12-31	**227,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2015
2016 SCE002955 종료 2016-12-31	**229,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1950x2250 mm · **범위** fab:P7; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002965 종료 2017-12-31	**230,100** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2017
2018 SCE002974 종료 2018-12-31	**229,455** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2018
2019 SCE002984 종료 2019-12-31	**222,750** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1950x2250 mm · **범위** fab:P7; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002993 종료 2020-12-31	**142,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2020 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.
2021 SCE003003 종료 2021-12-31	**150,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2021 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.
2022 SCE003012 종료 2022-12-31	**155,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P7/2022 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. 2022년12월P7생산중단;155000은연중최대관측월이다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 1950x2500 mm · **범위** fab:P8; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002966 종료 2017-12-31	**277,436** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2017

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE002975 종료 2018-12-31	**236,180** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2018
2019 SCE002985 종료 2019-12-31	**217,030** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 and 730x920 mm · **범위** fab:P8; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002935 종료 2014-12-31	**401,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2014
2015 SCE002945 종료 2015-12-31	**384,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2015
2016 SCE002956 종료 2016-12-31	**362,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. AP2/E2/E3/E4포함;별도집계와중복주의.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:CA; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002968 종료 2017-12-31	**211,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/CA/2017
2018 SCE002977 종료 2018-12-31	**213,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/CA/2018
2019 SCE002987 종료 2019-12-31	**216,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/CA/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. GuangzhouLCD자회사2025-04-01연결제외;2025N/A를0으로보간하지않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:CA; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002996 종료 2020-12-31	**216,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/CA/2020
2021 SCE003006 종료 2021-12-31	**211,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/CA/2021
2022 SCE003015 종료 2022-12-31	**199,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/CA/2022

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. GuangzhouLCD자회사2025-04-01연결제외;2025N/A를0으로보간하지않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:CA; source_year:2025 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003022 종료 2023-12-31	**114,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/CA/2023
2024 SCE003030 종료 2024-12-31	**190,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/CA/2024

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. GuangzhouLCD자회사2025-04-01연결제외;2025N/A를0으로보간하지않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:CO; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002997 종료 2020-12-31	**56,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/CO/2020
2021 SCE003007 종료 2021-12-31	**89,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/CO/2021
2022 SCE003016 종료 2022-12-31	**90,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/CO/2022

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:CO; source_year:2025 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003023 종료 2023-12-31	**65,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/CO/2023
2024 SCE003031 종료 2024-12-31	**75,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/CO/2024
2025 SCE003038 종료 2025-12-31	**91,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/CO/2025

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:GP; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002937 종료 2014-12-31	**78,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/GP/2014
2015 SCE002947 종료 2015-12-31	**96,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/GP/2015
2016 SCE002958 종료 2016-12-31	**151,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/GP/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:OP1; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002962 종료 2017-12-31	**55,320** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2017

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE002971 종료 2018-12-31	**72,720** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2018
2019 SCE002981 종료 2019-12-31	**80,820** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:OP1; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002990 종료 2020-12-31	**86,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2020
2021 SCE003000 종료 2021-12-31	**86,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2021
2022 SCE003010 종료 2022-12-31	**70,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2022

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:OP1; source_year:2025 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003019 종료 2023-12-31	**39,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2023
2024 SCE003027 종료 2024-12-31	**58,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2024
2025 SCE003035 종료 2025-12-31	**35,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/OP1/2025

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P82; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2010 SCE002895 종료 2010-12-31	**107,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P82/2010 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P8; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE002884 종료 2009-12-31	**120,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2009
2010 SCE002893 종료 2010-12-31	**123,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P8; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002904 종료 2011-12-31	**303,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2011
2012 SCE002914 종료 2012-12-31	**338,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2012
2013 SCE002924 종료 2013-12-31	**321,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P8; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002994 종료 2020-12-31	**100,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2020
2021 SCE003004 종료 2021-12-31	**124,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2021
2022 SCE003013 종료 2022-12-31	**126,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2022

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P8; source_year:2025 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003020 종료 2023-12-31	**102,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2023
2024 SCE003028 종료 2024-12-31	**103,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2024
2025 SCE003036 종료 2025-12-31	**86,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/P8/2025

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P9; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE002916 종료 2012-12-31	**58,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2012
2013 SCE002926 종료 2013-12-31	**58,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기

판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P9; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002936 종료 2014-12-31	**51,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2014
2015 SCE002946 종료 2015-12-31	**50,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2015
2016 SCE002957 종료 2016-12-31	**60,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P9; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002967 종료 2017-12-31	**68,276** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2017
2018 SCE002976 종료 2018-12-31	**81,830** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2018
2019 SCE002986 종료 2019-12-31	**82,632** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P9; source_year:2022 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE002995 종료 2020-12-31	**82,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2020
2021 SCE003005 종료 2021-12-31	**81,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2021

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003014 종료 2022-12-31	**71,000** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2022

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 2200x2500 mm · **범위** fab:P9; source_year:2025 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003021 종료 2023-12-31	**70,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2023
2024 SCE003029 종료 2024-12-31	**70,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2024
2025 SCE003037 종료 2025-12-31	**69,000** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:ManufacturingProductivityandCosts/P9/2025

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 370x470 mm · **범위** fab:Ochang; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2015 SCE002948 종료 2015-12-31	**1,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/Ochang/2015
2016 SCE002959 종료 2016-12-31	**2,500** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/Ochang/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. OLED조명사업.2015년12월인수이후투입량이며디스플레이패널용과구분.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 370x470 mm · **범위** fab:P1; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE002870 종료 2008-12-31	**95,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P1/2008
2009 SCE002877 종료 2009-12-31	**77,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P1/2009
2010 SCE002886 종료 2010-12-31	**60,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P1/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 370x470 mm · **범위** fab:P1; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002897 종료 2011-12-31	**42,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P1/2011
2012 SCE002907 종료 2012-12-31	**12,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P1/2012

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 590x670 mm · **범위** fab:P2; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE002871 종료 2008-12-31	**119,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2008
2009 SCE002878 종료 2009-12-31	**108,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2009
2010 SCE002887 종료 2010-12-31	**90,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 590x670 mm · **범위** fab:P2; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002898 종료 2011-12-31	**84,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2011
2012 SCE002908 종료 2012-12-31	**76,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2012
2013 SCE002918 종료 2013-12-31	**79,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 590x670 mm · **범위** fab:P2; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002928 종료 2014-12-31	**84,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2014
2015 SCE002938 종료 2015-12-31	**76,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2015
2016 SCE002949 종료 2016-12-31	**38,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P2/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 680x880 mm · **범위** fab:P3; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2008 SCE002872 종료 2008-12-31	**144,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2008

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE002879 종료 2009-12-31	**138,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2009
2010 SCE002888 종료 2010-12-31	**122,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2010

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 680x880 mm · **범위** fab:P3; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002899 종료 2011-12-31	**111,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2011
2012 SCE002909 종료 2012-12-31	**82,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2012
2013 SCE002919 종료 2013-12-31	**84,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 680x880 mm · **범위** fab:P3; source_year:2016 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE002929 종료 2014-12-31	**85,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2014
2015 SCE002939 종료 2015-12-31	**67,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2015
2016 SCE002950 종료 2016-12-31	**32,000** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:ManufacturingProductivityandCosts/P3/2016

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 730x920 mm · **범위** fab:AP2; source_year:2010 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2010 SCE002896 종료 2010-12-31	**24,000** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:ManufacturingProductivityandCosts/AP2/2010 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 730x920 mm · **범위** fab:AP2; source_year:2013 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE002906 종료 2011-12-31	**68,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/AP2/2011
2012 SCE002917 종료 2012-12-31	**71,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/AP2/2012
2013 SCE002927 종료 2013-12-31	**75,000** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:ManufacturingProductivityandCosts/AP2/2013

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다. TFT유리기판 투입만 집계;대부분공장 TFT/컬러필터기판 모두처리. P8은두확장라인포함;P1은2013년7월폐쇄.

공장 최대 관측월 기판 투입량 fab_peak_monthly_substrate_input

제품·기술 Substrates 730x920 mm · **범위** fab:AP2; source_year:2019 · **단위** glass_substrates/month · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 투입 물량·최대 관측월 · **보고 기준** fiscal-year maximum observed monthly input; company-defined year-end input capacity

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE002960 종료 2017-12-31	**56,815** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/AP2/2017
2018 SCE002969 종료 2018-12-31	**12,732** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/AP2/2018
2019 SCE002978 종료 2019-12-31	**7,182** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:ManufacturingProductivityandCosts/AP2/2019

공통 비고 원문 year-end input capacity는 해당회계연도 중 투입기판 수가 가장 많은 달의 실제 투입량이다. 명목설치능력·연평균·완성패널 수가 아니다. 공장별 최대월이 서로 다르므로 합계도 특정월 실제총투입량이 아니다. 당시 기판치수와 범위를 보존하며 면적·패널 수로 환산하지 않았다.

생산 중단 mass_production_cessation

제품·기술 TFT-LCD television panels · **범위** China LCD television subsidiaries / consolidated group · **단위** milestone · **기간** month · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-04 SCE003149	**LCD TV panel production discontinued after Guangzhou subsidiary disposal** equal	DSP005 2026-04-28	DisposalofChinaTFTLCDTelevisionPanelSubsidiaries Guangzhou자회사매각완료후2025-04-01연결제외및TVLCD생산완전중단. 다른IT/자동차LCD중단을뜻하지않는다.

순출하면적당 매출 revenue_per_net_display_area

제품·기술 All display panels · **범위** consolidated product mix · **단위** KRW/m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2014 SCE003139 종료 2014-12-31	**707,388** equal	DSP002 공개일 미확인	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea
2015 SCE003140 종료 2015-12-31	**717,470** equal	DSP002 공개일 미확인	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea
2016 SCE003141 종료 2016-12-31	**645,222** equal	DSP002 공개일 미확인	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea
2017 SCE003142 종료 2017-12-31	**667,726** equal	DSP003 2020-04-29	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea
2018 SCE003143 종료 2018-12-31	**576,817** equal	DSP003 2020-04-29	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea
2019 SCE003144 종료 2019-12-31	**610,716** equal	DSP003 2020-04-29	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea
2023 SCE003145 종료 2023-12-31	**1,103,000** equal	DSP005 2026-04-28	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea
2024 SCE003146 종료 2024-12-31	**1,076,000** equal	DSP005 2026-04-28	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea
2025 SCE003147 종료 2025-12-31	**1,495,000** equal	DSP005 2026-04-28	Averagerevenuepersquaremeterofnetdisplayarea

공통 비고 전체매출/순출하면적. OLED/LCD·크기별믹스와환율영향이있어동일규격가격지수가아니다.2025보고서는천원단위반올림.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Auto Products · **범위** product_category:Auto Products; source_year:2025 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003118 종료 2023-12-31	**17,414** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2023
2024 SCE003123 종료 2024-12-31	**19,745** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2024
2025 SCE003128 종료 2025-12-31	**18,153** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2025

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Desktop monitors · **범위** product_category:Desktop monitors; source_year:2010 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE003041 종료 2009-12-31	**43,384** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2009
2010 SCE003046 종료 2010-12-31	**49,336** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2010

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Desktop monitors · **범위** product_category:Desktop monitors; source_year:2013 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE003051 종료 2011-12-31	**50,247** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:Operatingdata/productcategoryunits/2011 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는 L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Desktop monitors · **범위** product_category:Desktop monitors; source_year:2016 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE003057 종료 2012-12-31	**51,819** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2012
2013 SCE003063 종료 2013-12-31	**49,986** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2013
2014 SCE003069 종료 2014-12-31	**43,848** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2014
2015 SCE003075 종료 2015-12-31	**41,912** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2015
2016 SCE003081 종료 2016-12-31	**40,001** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2016

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Desktop monitors · **범위** product_category:Desktop monitors; source_year:2019 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003087 종료 2017-12-31	**37,000** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2017
2018 SCE003093 종료 2018-12-31	**36,693** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2018
2019 SCE003099 종료 2019-12-31	**34,807** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2019

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 IT Products · **범위** product_category:IT Products; source_year:2022 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003104 종료 2020-12-31	**97,728** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2020

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003108 종료 2021-12-31	**107,943** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2021
2022 SCE003112 종료 2022-12-31	**87,376** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2022

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 IT Products · **범위** product_category:IT Products; source_year:2025 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003116 종료 2023-12-31	**78,176** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2023
2024 SCE003121 종료 2024-12-31	**81,554** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2024
2025 SCE003126 종료 2025-12-31	**78,571** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2025

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Mobile and other applications · **범위** product_category:Mobile and other applications; source_year:2010 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE003042 종료 2009-12-31	**161,804** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2009
2010 SCE003047 종료 2010-12-31	**188,798** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2010

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Mobile and other applications · **범위** product_category:Mobile and other applications; source_year:2013 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE003053 종료 2011-12-31	**164,702** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:Operatingdata/productcategoryunits/2011 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는 L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Mobile and other applications · **범위** product_category:Mobile and other applications; source_year:2016 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE003059 종료 2012-12-31	**164,409** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2012
2013 SCE003065 종료 2013-12-31	**162,011** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2013
2014 SCE003071 종료 2014-12-31	**216,479** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2014
2015 SCE003077 종료 2015-12-31	**216,565** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2015
2016 SCE003083 종료 2016-12-31	**173,166** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2016

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Mobile and other applications · **범위** product_category:Mobile and other applications; source_year:2019 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003089 종료 2017-12-31	**146,162** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2017
2018 SCE003095 종료 2018-12-31	**105,142** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2018
2019 SCE003101 종료 2019-12-31	**99,569** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2019

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Mobile and other applications · **범위** product_category:Mobile and other applications; source_year:2022 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003105 종료 2020-12-31	**102,884** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2020
2021 SCE003109 종료 2021-12-31	**112,758** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2021
2022 SCE003113 종료 2022-12-31	**103,115** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2022

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Mobile and other products · **범위** product_category:Mobile and other products; source_year:2025 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003117 종료 2023-12-31	**84,855** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2023
2024 SCE003122 종료 2024-12-31	**103,803** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2024
2025 SCE003127 종료 2025-12-31	**113,826** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2025

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Notebook computers · **범위** product_category:Notebook computers; source_year:2010 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE003040 종료 2009-12-31	**50,632** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2009
2010 SCE003045 종료 2010-12-31	**70,124** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2010

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Notebook computers · **범위** product_category:Notebook computers; source_year:2013 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE003050 종료 2011-12-31	**62,923** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:Operatingdata/productcategoryunits/2011 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는 L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Notebook computers · **범위** product_category:Notebook computers; source_year:2016 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE003056 종료 2012-12-31	**69,559** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2012
2013 SCE003062 종료 2013-12-31	**55,559** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2013
2014 SCE003068 종료 2014-12-31	**50,175** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2014
2015 SCE003074 종료 2015-12-31	**45,509** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2015
2016 SCE003080 종료 2016-12-31	**39,672** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2016

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Notebook computers · **범위** product_category:Notebook computers; source_year:2019 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003086 종료 2017-12-31	**26,999** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2017
2018 SCE003092 종료 2018-12-31	**30,471** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2018
2019 SCE003098 종료 2019-12-31	**28,983** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2019

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Tablet computers · **범위** product_category:Tablet computers; source_year:2013 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE003052 종료 2011-12-31	**35,640** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:Operatingdata/productcategoryunits/2011 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는 L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Tablet computers · **범위** product_category:Tablet computers; source_year:2016 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE003058 종료 2012-12-31	**56,526** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2012
2013 SCE003064 종료 2013-12-31	**63,840** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2013
2014 SCE003070 종료 2014-12-31	**50,995** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2014
2015 SCE003076 종료 2015-12-31	**31,476** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2015
2016 SCE003082 종료 2016-12-31	**24,957** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2016

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Tablet computers · **범위** product_category:Tablet computers; source_year:2019 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003088 종료 2017-12-31	**26,255** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2017
2018 SCE003094 종료 2018-12-31	**25,015** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2018
2019 SCE003100 종료 2019-12-31	**23,167** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2019

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Televisions · **범위** product_category:Televisions; source_year:2010 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE003039 종료 2009-12-31	**35,316** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2009
2010 SCE003044 종료 2010-12-31	**51,184** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2010

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Televisions · **범위** product_category:Televisions; source_year:2013 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE003049 종료 2011-12-31	**53,084** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:Operatingdata/productcategoryunits/2011 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는 L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Televisions · **범위** product_category:Televisions; source_year:2016 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE003055 종료 2012-12-31	**56,490** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2012
2013 SCE003061 종료 2013-12-31	**53,797** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2013
2014 SCE003067 종료 2014-12-31	**51,358** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2014
2015 SCE003073 종료 2015-12-31	**55,319** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2015
2016 SCE003079 종료 2016-12-31	**52,916** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2016

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Televisions · **범위** product_category:Televisions; source_year:2019 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003085 종료 2017-12-31	**52,108** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2017
2018 SCE003091 종료 2018-12-31	**51,966** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2018
2019 SCE003097 종료 2019-12-31	**44,833** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2019

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Televisions · **범위** product_category:Televisions; source_year:2022 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003103 종료 2020-12-31	**27,747** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2020
2021 SCE003107 종료 2021-12-31	**30,214** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2021
2022 SCE003111 종료 2022-12-31	**29,305** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2022

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Televisions · **범위** product_category:Televisions; source_year:2025 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003115 종료 2023-12-31	**13,932** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2023
2024 SCE003120 종료 2024-12-31	**20,512** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2024
2025 SCE003125 종료 2025-12-31	**10,498** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2025

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Total · **범위** product_category:Total; source_year:2010 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2009 SCE003043 종료 2009-12-31	**291,136** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2009
2010 SCE003048 종료 2010-12-31	**359,442** equal	DSP001 2011-05-03	20-F2010:Operatingdata/productcategoryunits/2010

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Total · **범위** product_category:Total; source_year:2013 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE003054 종료 2011-12-31	**366,596** equal	DSP012 2014-04-30	20-F2013:Operatingdata/productcategoryunits/2011 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는 L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Total · **범위** product_category:Total; source_year:2016 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2012 SCE003060 종료 2012-12-31	**398,803** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2012
2013 SCE003066 종료 2013-12-31	**385,193** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2013
2014 SCE003072 종료 2014-12-31	**412,855** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2014
2015 SCE003078 종료 2015-12-31	**390,781** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2015
2016 SCE003084 종료 2016-12-31	**330,712** equal	DSP002 공개일 미확인	20-F2016:Operatingdata/productcategoryunits/2016

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020-2022는IT제품통합,2023-2025는자동차별도분류로 과거

Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Total · **범위** product_category:Total; source_year:2019 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003090 종료 2017-12-31	**288,524** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2017
2018 SCE003096 종료 2018-12-31	**249,287** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2018
2019 SCE003102 종료 2019-12-31	**231,359** equal	DSP003 2020-04-29	20-F2019:Operatingdata/productcategoryunits/2019

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Total · **범위** product_category:Total; source_year:2022 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003106 종료 2020-12-31	**228,359** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2020
2021 SCE003110 종료 2021-12-31	**250,915** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2021
2022 SCE003114 종료 2022-12-31	**219,796** equal	DSP004 공개일 미확인	20-F2022:Operatingdata/productcategoryunits/2022

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Total · **범위** product_category:Total; source_year:2025 · **단위** thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003119 종료 2023-12-31	**194,377** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2023
2024 SCE003124 종료 2024-12-31	**225,614** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2024

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003129 종료 2025-12-31	**221,048** equal	DSP005 2026-04-28	20-F2025:Operatingdata/productcategoryunits/2025

공통 비고 완성패널 판매개수. Total에 부분항목포함. Desktopmonitors는L&TDisplayJV물량을포함한다. 2020–2022는IT제품통합,2023–2025는자동차별도분류로 과거 Mobile/other에포함된자동차와분류단절이있다.

현금 설비투자 cash_capital_expenditure

제품·기술 Display operations · **범위** consolidated · **단위** billion_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2011 SCE003130 종료 2011-12-31	**4,063** equal	DSP012 2014-04-30	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX
2012 SCE003131 종료 2012-12-31	**3,972** equal	DSP012 2014-04-30	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX
2013 SCE003132 종료 2013-12-31	**3,473** equal	DSP012 2014-04-30	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX
2014 SCE003133 종료 2014-12-31	**2,983** equal	DSP002 공개일 미확인	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX
2015 SCE003134 종료 2015-12-31	**2,365** equal	DSP002 공개일 미확인	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX
2016 SCE003135 종료 2016-12-31	**3,736** equal	DSP002 공개일 미확인	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX
2017 SCE003136 종료 2017-12-31	**6,592** equal	DSP003 2020-04-29	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX
2018 SCE003137 종료 2018-12-31	**7,942** equal	DSP003 2020-04-29	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX
2019 SCE003138 종료 2019-12-31	**6,927** equal	DSP003 2020-04-29	ManufacturingProductivityandCosts/cashoutflowsforCAPEX

공통 비고 현금유출기준설비투자이며패널생산량대체지표가아니다.

Nikon Corporation NIKON

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 10.5G · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003359 종료 2018-03-31	**3** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 10.5G · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003370 종료 2019-03-31	**17** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 10.5G · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003381 종료 2020-03-31	**18** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 10.5G · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003392 종료 2021-03-31	**14** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003403 종료 2022-03-31	**15** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 10.5G · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003414 종료 2023-03-31	**7** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 10.5G · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003425 종료 2024-03-31	**4** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 10.5G · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003436 종료 2025-03-31	**0** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 10.5G · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003447 종료 2026-03-31	**0** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 4G · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003325 종료 2015-03-31	**0** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003336 종료 2016-03-31	**0** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003326 종료 2015-03-31	**15** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003337 종료 2016-03-31	**39** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003347 종료 2017-03-31	**79** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003357 종료 2018-03-31	**34** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003368 종료 2019-03-31	**16** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003379 종료 2020-03-31	**4** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003390 종료 2021-03-31	**11** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003401 종료 2022-03-31	**30** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003412 종료 2023-03-31	**17** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003423 종료 2024-03-31	**11** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003434 종료 2025-03-31	**16** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 5G/6G · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003445 종료 2026-03-31	**17** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G/8G · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003358 종료 2018-03-31	**30** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G/8G · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003369 종료 2019-03-31	**37** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G/8G · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003380 종료 2020-03-31	**5** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G/8G · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003391 종료 2021-03-31	**4** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003402 종료 2022-03-31	**1** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G/8G · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003413 종료 2023-03-31	**5** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은 MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G/8G · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003424 종료 2024-03-31	**1** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은 MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G/8G · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003435 종료 2025-03-31	**22** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은 MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G/8G · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003446 종료 2026-03-31	**15** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은 MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G~ · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003327 종료 2015-03-31	**19** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003338 종료 2016-03-31	**12** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD 7G~ · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003348 종료 2017-03-31	**13** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003332 종료 2015-03-31	**34** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003343 종료 2016-03-31	**51** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003353 종료 2017-03-31	**92** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** issuer comparative-year unit sales; differs from initial-vintage51

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2016/3 SCE003456 종료 2016-03-31	**46** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDatasection3/comparativeFY2016/3Total 당해연도FY2016/3자료51대/다음연도비교46대차이를임의수정하지않고vintage별보존. 두표만으로정확한집계차이를확정하지못했으므로동일정의추세로자동연결금지.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003364 종료 2018-03-31	**67** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003375 종료 2019-03-31	**70** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003386 종료 2020-03-31	**27** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003397 종료 2021-03-31	**29** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003408 종료 2022-03-31	**46** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003419 종료 2023-03-31	**29** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003430 종료 2024-03-31	**16** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003441 종료 2025-03-31	**38** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 FPD total · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003452 종료 2026-03-31	**32** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003333 종료 2015-03-31	**19** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003344 종료 2016-03-31	**14** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003354 종료 2017-03-31	**24** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003365 종료 2018-03-31	**17** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003376 종료 2019-03-31	**21** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003387 종료 2020-03-31	**34** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003398 종료 2021-03-31	**16** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003409 종료 2022-03-31	**9** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003420 종료 2023-03-31	**27** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003431 종료 2024-03-31	**31** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003442 종료 2025-03-31	**18** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi new · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003453 종료 2026-03-31	**22** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003334 종료 2015-03-31	**13** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003345 종료 2016-03-31	**21** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003355 종료 2017-03-31	**10** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003366 종료 2018-03-31	**13** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003377 종료 2019-03-31	**20** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003388 종료 2020-03-31	**11** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003399 종료 2021-03-31	**11** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003410 종료 2022-03-31	**18** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003421 종료 2023-03-31	**18** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003432 종료 2024-03-31	**15** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003443 종료 2025-03-31	**10** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi refurbished · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003454 종료 2026-03-31	**5** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003335 종료 2015-03-31	**32** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003346 종료 2016-03-31	**35** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003356 종료 2017-03-31	**34** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003367 종료 2018-03-31	**30** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003378 종료 2019-03-31	**41** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003389 종료 2020-03-31	**45** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003400 종료 2021-03-31	**27** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003411 종료 2022-03-31	**27** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003422 종료 2023-03-31	**45** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003433 종료 2024-03-31	**46** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003444 종료 2025-03-31	**28** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semi total · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003455 종료 2026-03-31	**27** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003330 종료 2015-03-31	**6** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003341 종료 2016-03-31	**5** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003351 종료 2017-03-31	**8** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003362 종료 2018-03-31	**8** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003373 종료 2019-03-31	**11** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003384 종료 2020-03-31	**14** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003395 종료 2021-03-31	**7** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003406 종료 2022-03-31	**3** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003417 종료 2023-03-31	**8** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003428 종료 2024-03-31	**8** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003439 종료 2025-03-31	**5** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003450 종료 2026-03-31	**3** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003331 종료 2015-03-31	**9** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003342 종료 2016-03-31	**6** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003352 종료 2017-03-31	**9** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003363 종료 2018-03-31	**5** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003374 종료 2019-03-31	**7** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003385 종료 2020-03-31	**14** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003396 종료 2021-03-31	**6** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003407 종료 2022-03-31	**3** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003418 종료 2023-03-31	**4** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003429 종료 2024-03-31	**11** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003440 종료 2025-03-31	**3** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor ArF imm. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003451 종료 2026-03-31	**0** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003329 종료 2015-03-31	**5** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003340 종료 2016-03-31	**9** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003350 종료 2017-03-31	**3** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003361 종료 2018-03-31	**5** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003372 종료 2019-03-31	**3** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003383 종료 2020-03-31	**3** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003394 종료 2021-03-31	**4** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003405 종료 2022-03-31	**5** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003416 종료 2023-03-31	**6** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003427 종료 2024-03-31	**4** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003438 종료 2025-03-31	**2** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor KrF (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003449 종료 2026-03-31	**4** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2016 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2015/3 SCE003328 종료 2015-03-31	**12** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2015/3Totalcolumn
FY2016/3 SCE003339 종료 2016-03-31	**15** equal	DSP045 2016-05-13	FY2016/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2016/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2017 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2017/3 SCE003349 종료 2017-03-31	**14** equal	DSP046 2017-05-11	FY2017/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2017/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2018 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2018/3 SCE003360 종료 2018-03-31	**12** equal	DSP047 2018-05-10	FY2018/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2018/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. JGAAP→IFRS전환시비교연도재작성으로다른vintage의숫자와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2019 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2019/3 SCE003371 종료 2019-03-31	**20** equal	DSP048 2019-05-09	FY2019/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2019/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2020 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2020/3 SCE003382 종료 2020-03-31	**14** equal	DSP049 2020-05-28	FY2020/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2020/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line etc. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2022 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021/3 SCE003393 종료 2021-03-31	**10** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2021/3Totalcolumn
FY2022/3 SCE003404 종료 2022-03-31	**16** equal	DSP050 2022-05-12	FY2022/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2022/3Totalcolumn

공통 비고 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line etc. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2023 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023/3 SCE003415 종료 2023-03-31	**27** equal	DSP051 2023-05-11	FY2023/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2023/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line, etc. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2024 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024/3 SCE003426 종료 2024-03-31	**23** equal	DSP052 2024-05-09	FY2024/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2024/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line, etc. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2025 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025/3 SCE003437 종료 2025-03-31	**18** equal	DSP053 2025-05-08	FY2025/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2025/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

노광장비 판매대수 lithography_system_unit_sales

제품·기술 Semiconductor i-line, etc. (incl refurbished) · **범위** company unit sales; source_year:2026 · **단위** systems · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주 · **보고 기준** company reported fiscal-year unit sales

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2026/3 SCE003448 종료 2026-03-31	**20** equal	DSP054 2026-05-08	FY2026/3FinancialandBusinessDataSections3-6/FY2026/3Totalcolumn 판매대수이며선적/설치완료/고객보유대수와동일하지않다.3월종료회계연도. 반도체기술별대수는리퍼비시포함으로신품/중고내역과중복합산금지. FPD는웨이퍼반도체노광과별개. i-line,etc.및신품은MiniStep&RepeatExposureSystems포함으로이전범위와다를수있다.

Nippon Electric Glass NIPPON_ELECTRIC_GLASS

사업군 순매출 business_category_net_sales

제품·기술 Electronics and Information Technology · **범위** Glass business product category · **단위** billion_JPY · **기간** calendar_quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-Q1 SCE003320	**40.6** equal	DSP044 공개일 미확인	Slide5quarterlysalestrend
2025-Q2 SCE003321	**43.0** equal	DSP044 공개일 미확인	Slide5quarterlysalestrend
2025-Q3 SCE003322	**43.5** equal	DSP044 공개일 미확인	Slide5quarterlysalestrend
2025-Q4 SCE003323	**46.5** equal	DSP044 공개일 미확인	Slide5quarterlysalestrend

공통 비고 분기합173.6/연간173.7은반올림차이;분기에잔차배분하거나보정하지않았다. 디스플레이/전자유리함께포함.

사업군 순매출 business_category_net_sales

제품·기술 Electronics and Information Technology · **범위** Glass business product category · **단위** billion_JPY · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003315 종료 2021-12-31	**154.5** equal	DSP043 공개일 미확인	SalesbybusinessElectronics&IT
2022 SCE003316 종료 2022-12-31	**148.7** equal	DSP043 공개일 미확인	SalesbybusinessElectronics&IT
2023 SCE003317 종료 2023-12-31	**133.2** equal	DSP043 공개일 미확인	SalesbybusinessElectronics&IT
2024 SCE003318 종료 2024-12-31	**157.5** equal	DSP043 공개일 미확인	SalesbybusinessElectronics&IT
2025 SCE003319 종료 2025-12-31	**173.7** equal	DSP043 공개일 미확인	SalesbybusinessElectronics&IT

공통 비고 디스플레이와전자부품용유리를함께포함하는매출로유리면적아님. 공식검색인덱스표와현재동적차트페이지사이접근차이보존.

전자·정보사업 중 디스플레이 매출비중 display_business_share_of_electronics_it_sales

제품·기술 Displays (incl non-display ultra-thin glass applications) · **범위** Electronics & IT business denominator · **단위** percent · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003324 종료 2025-12-31	**약 80** approximately	DSP044 공개일 미확인	Slide5Displaysapprox80% 근사매출비중이며물량아님. 이를이용해정확한디스플레이매출을역산하지않았다.

Samsung Display SAMSUNG_DISPLAY

계획 양산 개시 planned_mass_production_start

제품·기술 Gen8.6 IT OLED · **범위** A6 Asan · **단위** milestone · **기간** calendar_year · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026 SCE003221 종료 2026-12-31	**Full mass production regime planned for2026** equal	DSP024 2024-03-10	Fullproductionregime2026plan 2024년발표당시계획. 목표시기가지나도자동실적으로바꾸지않는다.

계획 연간 패널 생산능력 planned_annual_panel_capacity

제품·기술 Notebook OLED panels · **범위** A6 Gen8.6 planned line · **단위** million_panels/year · **기간** calendar_year · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 물량 기준 생산능력

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2026 SCE003219 종료 2026-12-31	**10** equal	DSP024 2024-03-10	2026investment/annualnotebookpaneltarget 완공시계획능력으로실제생산/출하아님. 원판2290x2620mm. 제품크기/믹스조건차이가있어고정절단률사용금지.

다년 투자계획 announced_multiyear_investment

제품·기술 Gen8.6 IT OLED · **범위** A6 planned cumulative investment · **단위** trillion_KRW · **기간** multi_year · **상태** announced_plan · 계획/전망 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023–2026 SCE003220	**4.1** equal	DSP024 2024-03-10	Investmentthrough2026 다년누적계획이며연간실제CAPEX와중복합산금지.

장비 반입 equipment_move_in_event

제품·기술 Gen8.6 IT OLED · **범위** A6, Asan campus · **단위** milestone · **기간** date · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-03-08 SCE003218	**First deposition equipment move-in ceremony / line construction begins** equal	DSP024 2024-03-10	A6equipmentmove-inceremony 설비반입은양산실적아님.

현금 설비투자 cash_capital_expenditure

제품·기술 Display business · **범위** Samsung Electronics SDC segment · **단위** trillion_KRW · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003216 종료 2024-12-31	**4.8** equal	DSP022 2025-01-31	SDCsegmentCAPEXparagraph
2025 SCE003217 종료 2025-12-31	**2.8** equal	DSP023 2026-01-29	SDCsegmentCAPEXparagraph

공통 비고 삼성전자전체/DS투자의일부로중복합산금지;생산량·장비대수가아니다.

Sharp Corporation SHARP

부문 외부고객 매출 segment_external_revenue

제품·기술 Display Device · **범위** segment external customers; restated2025 report basis · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE003271 종료 2024-03-31	**595,293** equal	DSP035 공개일 미확인	ReportablesegmentCustomers/DisplayDevice
FY2024 SCE003272 종료 2025-03-31	**495,273** equal	DSP035 공개일 미확인	ReportablesegmentCustomers/DisplayDevice

공통 비고 인터세그먼트제외. FY2023/24는각각2024/25년3월종료;원문재분류기준보존.

생산 중단 mass_production_cessation

제품·기술 Large-sized LCD panels · **범위** Sakai Display Products Sakai plant · **단위** milestone · **기간** date · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-08-21 SCE003273	**Sakai SDP large LCD panel production ended** equal	DSP036 2024-11-21	Sakaiplantproductionended 특정사카이공장대형LCD중단. Sharp전체자동차/중소형생산또는TV세트판매중단으로확대금지.

TCL China Star Optoelectronics Technology TCL_CSOT

패널 기말재고면적 panel_inventory_area

제품·기술 Semiconductor display panels · **범위** TCL Technology display operating division · **단위** ten_thousand_m2 · **기간** year_end · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003183	**170** equal	DSP009 2023-04-22	Operatingreviewphysicalproductstable
2022 SCE003186	**124** equal	DSP009 2023-04-22	Operatingreviewphysicalproductstable
2023 SCE003189	**240** equal	DSP010 2025-05-20	Operatingreviewphysicalproductstable
2024 SCE003192	**326** equal	DSP010 2025-05-20	Operatingreviewphysicalproductstable
2025 SCE003195	**626** equal	DSP011 2026-04-08	Operatingreviewphysicalproductstable

공통 비고 면적통계. 같은표의Modulesandfinishedmachines수량과별개. 2025GuangzhouLGDLCD인수연결범위확대가포함될수있어유기적성장과분리.

패널 실제 생산면적 panel_production_area

제품·기술 Semiconductor display panels · **범위** TCL Technology display operating division · **단위** ten_thousand_m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003182 종료 2021-12-31	**4,058** equal	DSP009 2023-04-22	Operatingreviewphysicalproductstable
2022 SCE003185 종료 2022-12-31	**4,230** equal	DSP009 2023-04-22	Operatingreviewphysicalproductstable
2023 SCE003188 종료 2023-12-31	**5,420** equal	DSP010 2025-05-20	Operatingreviewphysicalproductstable
2024 SCE003191 종료 2024-12-31	**5,904** equal	DSP010 2025-05-20	Operatingreviewphysicalproductstable
2025 SCE003194 종료 2025-12-31	**7,306** equal	DSP011 2026-04-08	Operatingreviewphysicalproductstable

공통 비고 면적통계. 같은표의Modulesandfinishedmachines수량과별개. 2025GuangzhouLGDLCD인수연결범위확대가포함될수있어유기적성장과분리.

패널 판매면적 panel_sales_area

제품·기술 Semiconductor display panels · **범위** TCL Technology display operating division · **단위** ten_thousand_m2 · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003181 종료 2021-12-31	**3,949** equal	DSP009 2023-04-22	Operatingreviewphysicalproductstable
2022 SCE003184 종료 2022-12-31	**4,275** equal	DSP009 2023-04-22	Operatingreviewphysicalproductstable
2023 SCE003187 종료 2023-12-31	**5,304** equal	DSP010 2025-05-20	Operatingreviewphysicalproductstable
2024 SCE003190 종료 2024-12-31	**5,819** equal	DSP010 2025-05-20	Operatingreviewphysicalproductstable
2025 SCE003193 종료 2025-12-31	**7,006** equal	DSP011 2026-04-08	Operatingreviewphysicalproductstable

공통 비고 면적통계. 같은표의Modulesandfinishedmachines수량과별개. 2025GuangzhouLGDLCD인수연결범위확대가포함될수있어유기적성장과분리.

Tianma Microelectronics TIANMA

생산라인 도입 행사 production_line_introduction_event

제품·기술 Gen8.6 display panel and MicroLED · **범위** Xiamen · **단위** milestone · **기간** date · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-06-26 SCE003228	**Introduction ceremony for Gen8.6 display panel and MicroLED production lines** equal	DSP026 2024-08-01	Introductionceremonyparagraph 행사일과게시일분리;라인도입행사가실제생산수량은아님.

패널 기말재고 panel_unit_inventory

제품·기술 Electronic components / display panels · **범위** Tianma consolidated industry category · **단위** ten_thousand_panels · **기간** year_end · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003224	**1,107** equal	DSP025 2026-03-14	AnnualReport2025p17–18physicalproductstable
2025 SCE003227	**1,296** equal	DSP025 2026-03-14	AnnualReport2025p17–18physicalproductstable

공통 비고 회사표의모든표시응용을합친개수;OLED/휴대폰단독물량아님. 재고잔액/연간생산판매구분.

패널 실제 생산량 panel_unit_production

제품·기술 Electronic components / display panels · **범위** Tianma consolidated industry category · **단위** ten_thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003223 종료 2024-12-31	**27,304** equal	DSP025 2026-03-14	AnnualReport2025p17–18physicalproductstable
2025 SCE003226 종료 2025-12-31	**29,860** equal	DSP025 2026-03-14	AnnualReport2025p17–18physicalproductstable

공통 비고 회사표의모든표시응용을합친개수;OLED/휴대폰단독물량아님. 재고잔액/연간생산판매구분.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 Electronic components / display panels · **범위** Tianma consolidated industry category · **단위** ten_thousand_panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003222 종료 2024-12-31	**26,929** equal	DSP025 2026-03-14	AnnualReport2025p17–18physicalproductstable

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003225 종료 2025-12-31	**29,671** equal	DSP025 2026-03-14	AnnualReport2025p17–18physicalproductstable

공통 비고 회사표의모든표시응용을합친개수;OLED/휴대폰단독물량아님. 재고잔액/연간생산판매구분.

Visionox Technology VISIONOX

패널 기말재고 panel_unit_inventory

제품·기술 OLED displays · **범위** Visionox listed company consolidated scope · **단위** panels · **기간** year_end · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003231	**3,579,161** equal	DSP027 2025-03-20	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow
2024 SCE003234	**6,318,864** equal	DSP027 2025-03-20	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow
2025 SCE003237	**11,769,388** equal	DSP028 공개일 미확인	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow

공통 비고 상장회사연결범위. 별도관계회사HefeiVisionox물량과자동합산금지. 지분/연결범위변동을확인해야하며스마트폰만의표가아니다.

패널 실제 생산량 panel_unit_production

제품·기술 OLED displays · **범위** Visionox listed company consolidated scope · **단위** panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003230 종료 2023-12-31	**54,524,837** equal	DSP027 2025-03-20	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow
2024 SCE003233 종료 2024-12-31	**84,254,448** equal	DSP027 2025-03-20	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow
2025 SCE003236 종료 2025-12-31	**95,759,119** equal	DSP028 공개일 미확인	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow

공통 비고 상장회사연결범위. 별도관계회사HefeiVisionox물량과자동합산금지. 지분/연결범위변동을확인해야하며스마트폰만의표가아니다.

패널 판매량 panel_unit_sales

제품·기술 OLED displays · **범위** Visionox listed company consolidated scope · **단위** panels · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003229 종료 2023-12-31	**56,083,859** equal	DSP027 2025-03-20	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003232 종료 2024-12-31	**81,514,745** equal	DSP027 2025-03-20	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow
2025 SCE003235 종료 2025-12-31	**90,308,595** equal	DSP028 공개일 미확인	OLEDdisplayphysicalsales/production/inventoryrow

공통 비고 상장회사연결범위. 별도관계회사HefeiVisionox물량과자동합산금지. 지분/연결범위변동을확인해야하며스마트폰만의표가아니다.

SUPPLY CHAIN · BACKEND_OSAT

조립·패키징·테스트·후공정 장비

375개 기록 · 11개 회사 · 2016 / 2017부터 원문 기준의 개별 기간

후공정은 패키지 개수, 웨이퍼레벨 처리 장수, 테스트 처리 개수, 모듈 개수, 장비 대수를 나눠야 한다. JCET 첨단·전통 패키징과 테스트는 공정이 겹칠 수 있으므로 총합을 고유 칩 생산량으로 부를 수 없다. Huatian은 IC패키지·웨이퍼레벨IC·LED를 분리하며 WLP 원단위가2021까지 장(片),2022부터 만 장(万片)으로 달라진다. Tongfu는 만 개(万块) 단위의 IC패키징·테스트 통합 처리 물량을 공개한다.

JCET는2022년 첨단 패키징 통계기준을 상향하고2021을 재작성했다. 2021첨단 생산은 원공시34,812.86백만 개와 신기준20,717.84백만 개가 함께 존재한다. 보고기준과 출처를 유지하여 생산 급감으로 오인하지 않게 했다. Huatian2025 IC생산6,287,970만 개와WLP211.99만 장은 단위가 다르다. Tongfu2025생산4,590,626만 개와 판매4,565,413만 개를 구분했다.

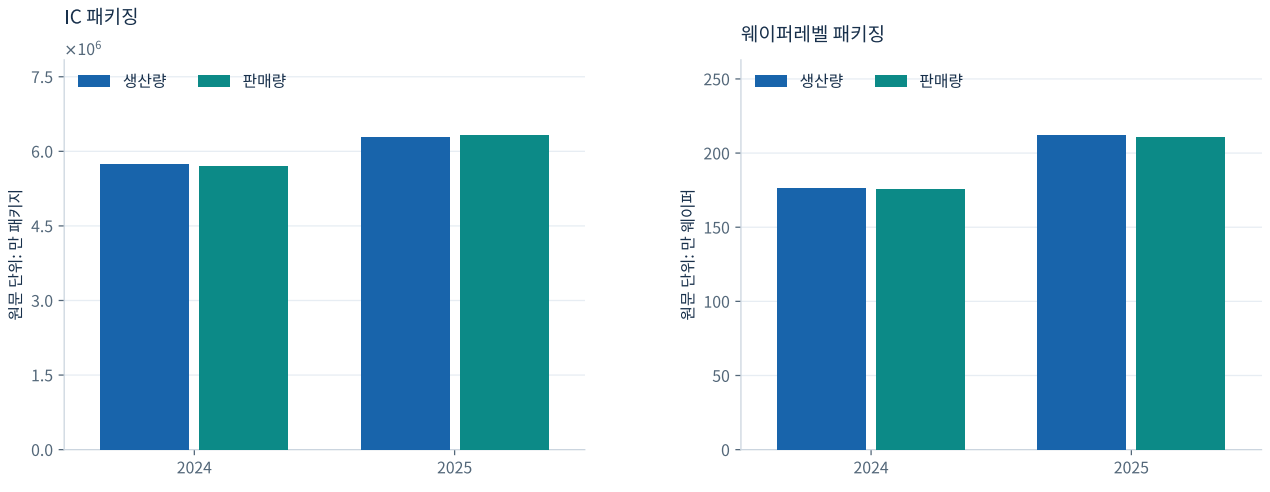
Powertech는 중국어 仟顆/仟片로 IC패키지/테스트/모듈은 천 개, 웨이퍼레벨은 천 장으로 확인했다. 영문 일괄1,000wafers표기는 중국어 2019보고서PDF91페이지 시각검증으로 교정했다. 2021보고서의2020비교열에서 IC테스트와 모듈 재분류를 반영했다. 운영표는 모회사 범위이며 글로벌 연결총량으로 확대하지 않았다.2024/25공백은 보간하지 않았다.

Besi2022보고서 누적출하35대에는demo10대가 포함된다.2023년말 설치40대는demo를 제외한다.2024년100대초과/2025년150대초과는 누적주문이다.2025년단일고객30대/6플랫폼은 글로벌 설치기반이 아니다. 별도로 제품로드맵의8800CHAMEO설치기반150대초과 주장은 demo처리/정확한시점 미공개로 저장했다. 주문·출하·설치의 정의를 이어 붙이지 않는다.2024 TCNext2대는 특정모델 출하이다.

Advantest·Teradyne·ASMPT·K&S의 공식매출·R&D·설비투자와 확인된 제품단계를 함께 수록했다. 금액에서 장비대수를 역산하지 않았다. TeradyneRobotics설치기반은ATE에서 제외했다. ASEH연결금액에EMS가 포함되고 AmkorAdvancedProducts는HBM/2.5D전용이 아니다. ASMPT2024/25계속사업은NEXX중단사업을 제외한다. AdvantestFY2025는2026-03-31종료. K&S FY2025는53주이다.

후공정 | Huatian 패키징 생산과 판매

연결그룹 · 2025년 연차보고서의 2024년 재작성 비교치와 2025년 실적



패키지 개수와 웨이퍼 개수는 서로 다른 단위이므로 패널을 분리했습니다. LED와 재고 수량은 제외했습니다.
웨이퍼 지름은 이 표에 제시되지 않아 300mm 환산을 하지 않았습니다. 재작성 이전 2024년 공시와 혼합하지 않았습니다.
출처: BEP003 | 확인기준 2026-10-17 · 최신 확인 공시 선택

대표 계열의 추세를 보여주는 차트입니다. 표시되지 않은 제품·회사·정의는 아래 전체 관측 표에서 확인합니다. 원단위와 비교 범위를 유지하며 분야 전체 합계로 해석하지 않습니다.

ASE Technology Holding ASE_HOLDING

부문 매출 segment_revenue

제품·기술 Packaging · **범위** ASEH segment; EMS excluded from these rows · **단위** million_TWD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003585	**261,731.4** equal	BEP007 2026-04-01	Item5 Results of Operations, Operating Revenues
2025 SCE003587	**308,342.6** equal	BEP007 2026-04-01	Item5 Results of Operations, Operating Revenues

공통 비고 패키징/테스트 서비스 매출이며 처리 개수·수율·능력과 별개.

부문 매출 segment_revenue

제품·기술 Testing · **범위** ASEH segment; EMS excluded from these rows · **단위** million_TWD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003586	**54,561.5** equal	BEP007 2026-04-01	Item5 Results of Operations, Operating Revenues
2025 SCE003588	**71,900.2** equal	BEP007 2026-04-01	Item5 Results of Operations, Operating Revenues

공통 비고 패키징/테스트 서비스 매출이며 처리 개수·수율·능력과 별개.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 ASEH consolidated · **범위** Includes packaging, testing and EMS · **단위** thousand_TWD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003578	**24,369,907** equal	BEP006 2025-03-27	Consolidated statements of comprehensive income, R&D expense
2023 SCE003580	**25,499,408** equal	BEP007 2026-04-01	Consolidated statements of comprehensive income, R&D expense
2024 SCE003582	**28,830,313** equal	BEP007 2026-04-01	Consolidated statements of comprehensive income, R&D expense
2025 SCE003584	**32,851,461** equal	BEP007 2026-04-01	Consolidated statements of comprehensive income, R&D expense

공통 비고 연결 재무금액이며 OSAT실물량이 아님.

현금 설비투자 cash_capital_expenditures

제품·기술 ASEH consolidated · **범위** Includes packaging, testing and EMS · **단위** million_TWD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003577	**72,639.9** equal	BEP006 2025-03-27	Item5 capital expenditure/cash flow table
2023 SCE003579	**54,158.2** equal	BEP007 2026-04-01	Item5 capital expenditure/cash flow table
2024 SCE003581	**79,521.9** equal	BEP007 2026-04-01	Item5 capital expenditure/cash flow table
2025 SCE003583	**164,642.5** equal	BEP007 2026-04-01	Item5 capital expenditure/cash flow table

공통 비고 원문 현금 유출 괄호값의 양의 크기. 자산 취득·발생기준 CAPEX와 다를 수 있음.

ASMPT Limited ASMPT

TCB 매출 증가율 tcb_revenue_growth_yoy

제품·기술 Thermo-compression bonding · **범위** TCB equipment revenue · **단위** percent_yoy · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003862	**약 146** approximately	BEP042 2026-04-10	2025Review TCB 원문about146%이므로 약값. 장비물량 증가율 아님.

고객 인수·출하 단계 customer_acceptance_and_shipment_stage

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Group hybrid bonding tools · **단위** milestone · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003863	**customer buy-offs and additional shipments reported; count not disclosed** equal	BEP042 2026-04-10	2025Review Hybrid Bonding 고객buy-off와 추가출하 정성사실. 대수 미공개.

부문 매출 segment_revenue

제품·기술 Semiconductor Solutions · **범위** Continuing operations; excludes NEXX discontinued operation and SMT segment · **단위** thousand_HKD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003858	**6,060,426** equal	BEP042 2026-04-10	Note7 segment information
2025 SCE003859	**7,380,476** equal	BEP042 2026-04-10	Note7 segment information

공통 비고 2024비교열 재작성. AP부분집합과 중복합산 금지. SMT와 반도체부문 분리.

첨단 패키징 매출 증가율 advanced_packaging_revenue_growth_yoy

제품·기술 Advanced packaging solutions · **범위** Same AP solution scope · **단위** percent_yoy · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003861	**30.2** equal	BEP042 2026-04-10	2025Review 매출증가율이며 생산·출하증가율 아님.

첨단 패키징 장비 매출 advanced_packaging_revenue

제품·기술 Advanced packaging solutions · **범위** Company-defined AP solutions across group continuing operations · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003860	**532.1** equal	BEP042 2026-04-10	2025Review FY2025Group Business Review AP는TCB·SiP·광학 등을 포함하며TCB전용매출 아님. 보고서 자체USD 표시를 보존, 별도FX환산 없음.

Advantest ADVANTEST

감가상각비 depreciation_and_amortization

제품·기술 Consolidated Advantest · **범위** Consolidated; test systems + mechatronics + services · **단위** hundred_million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE003566 종료 2015-03-31	**47** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2015 SCE003567 종료 2016-03-31	**50** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2016 SCE003568 종료 2017-03-31	**52** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2017 SCE003569 종료 2018-03-31	**50** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2018 SCE003570 종료 2019-03-31	**50** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2019 SCE003571 종료 2020-03-31	**109** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2020 SCE003572 종료 2021-03-31	**118** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2021 SCE003573 종료 2022-03-31	**150** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2022 SCE003574 종료 2023-03-31	**214** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2023 SCE003575 종료 2024-03-31	**261** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2024 SCE003576 종료 2025-03-31	**271** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights

공통 비고 금액은 장비 대수와 별개. FY는 해당 연도4/1시작, 이듬해3/31종료. 외환 환산 없음.

설비투자 capital_expenditures

제품·기술 Consolidated Advantest · **범위** Consolidated; test systems + mechatronics + services · **단위** hundred_million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE003555 종료 2015-03-31	**42** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2015 SCE003556 종료 2016-03-31	**40** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2016 SCE003557 종료 2017-03-31	**48** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2017 SCE003558 종료 2018-03-31	**54** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2018 SCE003559 종료 2019-03-31	**66** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2019 SCE003560 종료 2020-03-31	**99** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2020 SCE003561 종료 2021-03-31	**137** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2021 SCE003562 종료 2022-03-31	**180** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2022 SCE003563 종료 2023-03-31	**250** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2023 SCE003564 종료 2024-03-31	**208** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2024 SCE003565 종료 2025-03-31	**210** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights

공통 비고 금액은 장비 대수와 별개. FY는 해당 연도4/1시작, 이듬해3/31종료. 외환 환산 없음.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 Consolidated Advantest · **범위** Consolidated; test systems + mechatronics + services · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE003544 종료 2015-03-31	**29,507** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2015 SCE003545 종료 2016-03-31	**31,298** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2016 SCE003546 종료 2017-03-31	**31,170** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2017 SCE003547 종료 2018-03-31	**33,540** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2018 SCE003548 종료 2019-03-31	**37,852** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2019 SCE003549 종료 2020-03-31	**40,070** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2020 SCE003550 종료 2021-03-31	**42,678** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2021 SCE003551 종료 2022-03-31	**48,367** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2022 SCE003552 종료 2023-03-31	**60,094** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2023 SCE003553 종료 2024-03-31	**65,492** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2024 SCE003554 종료 2025-03-31	**71,399** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights

공통 비고 금액은 장비 대수와 별개. FY는 해당 연도4/1시작, 이듬해3/31종료. 외환 환산 없음.

총매출 net_sales

제품·기술 Consolidated Advantest · **범위** Consolidated Advantest · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE003864 종료 2026-03-31	**1,128,610** equal	BEP043 2026-04-27	p1 consolidated FY2025results FY2025는2026-03-31종료. 장비대수가 아닌 매출.

총매출 net_sales

제품·기술 Consolidated Advantest · **범위** Consolidated; test systems + mechatronics + services · **단위** million_JPY · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등 · **보고 기준** IFRS

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2014 SCE003533 종료 2015-03-31	**163,803** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2015 SCE003534 종료 2016-03-31	**162,111** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2016 SCE003535 종료 2017-03-31	**155,916** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2017 SCE003536 종료 2018-03-31	**207,223** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2018 SCE003537 종료 2019-03-31	**282,456** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2019 SCE003538 종료 2020-03-31	**275,894** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2020 SCE003539 종료 2021-03-31	**312,789** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2021 SCE003540 종료 2022-03-31	**416,901** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2022 SCE003541 종료 2023-03-31	**560,191** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2023 SCE003542 종료 2024-03-31	**486,507** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights
FY2024 SCE003543 종료 2025-03-31	**779,707** equal	BEP005 공개일 미확인	printed p70,11Year Financial Highlights

공통 비고 금액은 장비 대수와 별개. FY는 해당 연도4/1시작, 이듬해3/31종료. 외환 환산 없음.

Amkor Technology AMKOR

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 Amkor consolidated · **범위** Packaging and test R&D · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003591	**177.5** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Research and Development

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003594	**163.0** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Research and Development
2025 SCE003597	**166.7** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Research and Development

공통 비고 회계연도는 달력연도. 금액이며 산출량 아님.

제품군 매출 product_group_revenue

제품·기술 Advanced Products · **범위** Amkor consolidated; company-defined product groups · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003589	**5,033** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Service offerings table
2024 SCE003592	**5,175** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Service offerings table
2025 SCE003595	**5,556** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Service offerings table

공통 비고 금액이며 패키지 생산량 아님. Advanced에 여러 패키지 기술 포함; HBM/2.5D전용 매출로 분리 불가.

제품군 매출 product_group_revenue

제품·기술 Mainstream Products · **범위** Amkor consolidated; company-defined product groups · **단위** million_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003590	**1,470** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Service offerings table
2024 SCE003593	**1,143** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Service offerings table
2025 SCE003596	**1,152** equal	BEP008 2026-02-24	Item1 Service offerings table

공통 비고 금액이며 패키지 생산량 아님. Advanced에 여러 패키지 기술 포함; HBM/2.5D전용 매출로 분리 불가.

BE Semiconductor Industries BESI

누적 데모 장비 출하 cumulative_demo_systems_shipped

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Subset of cumulative35 shipments sinceQ42021 · **단위** systems · **기간** report_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022-report SCE003802	**10** equal	BEP031 공개일 미확인	PDFpage18; a total of35 hybrid bonding systems 전체누적35대의 부분집합. demo는 매출인식 장비와 다름.

누적 장비 수주 cumulative_system_orders

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Revenue-producing cumulative orders since2021 · **단위** systems · **기간** report_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-report SCE003806	**> 100** greater_than	BEP033 공개일 미확인	Wafer-level assembly/hybrid bonding adoption update
2025-report SCE003809	**> 150** greater_than	BEP034 공개일 미확인	Wafer-level assembly/hybrid bonding adoption update

공통 비고 누적주문 하한값이며 누적설치/출하로 해석 불가.

누적 장비 출하 cumulative_systems_shipped

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Cumulative sinceQ42021; including demonstration units · **단위** systems · **기간** report_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022-report SCE003801	**35** equal	BEP031 공개일 미확인	PDFpage18; a total of35 hybrid bonding systems 연차보고서 시점 누적이며2022년 한 해 출하량 아님. 10대demo가35대에 포함.

상용 시스템 도입 commercial_system_introduction

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Besi hybrid bonding platform · **단위** milestone · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003800	**commercial introduction in2021** equal	BEP034 공개일 미확인	PDFpage20; commercial introduction of the process technology in2021 2025연차보고서가 소급 확인한2021상용도입. 개별고객양산개시 또는 해당 연도 장비대수 의미 아님.

설치 생산라인 내 장비수 systems_in_installed_lines

제품·기술 Hybrid bonding integrated lines · **범위** Single unnamed leading logic customer; collaboration with Applied Materials · **단위** systems · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003811	**30** equal	BEP034 공개일 미확인	PDFpage20;30 hybrid bonders in six platforms 단일고객6개플랫폼 내30대. 전체설치대수 아님.

설치 장비 기반 installed_base

제품·기술 8800 CHAMEO ultra plus AC hybrid bonder · **범위** Product roadmap graphic, single product family; demo treatment unspecified · **단위** systems · **기간** report_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025-report SCE003865	**> 150** greater_than	BEP034 공개일 미확인	PDFpage34; Installed base: >150 제품별 설치기반 주장. 같은보고서 누적주문150+와 독립공개값. 주문수에서 역산하지 않음. demo포함/정확한시점 미공개.

설치 장비 기반 installed_base

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Installed base excluding demo units · **단위** systems · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003804 종료 2023-12-31	**40** equal	BEP032 공개일 미확인	PDFpage19; At year end, our installed base 2023년말 demo제외 설치40대. 주문/누적출하와 정의 다름.

설치 통합 생산플랫폼 integrated_production_platforms_installed

제품·기술 Hybrid bonding integrated lines · **범위** Same single customer and same30 bonders · **단위** platforms · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003812	**6** equal	BEP034 공개일 미확인	PDFpage20;30 hybrid bonders in six platforms 플랫폼수는 장비대수 아님. 위30대와 다른 집계차원.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 Consolidated Besi · **범위** Reported R&D expense; includes amortization and capitalisation accounting · **단위** thousand_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE003813	**35,859** equal	BEP035 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2017 SCE003815	**35,876** equal	BEP036 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2018 SCE003817	**35,451** equal	BEP037 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2019 SCE003819	**35,366** equal	BEP038 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2020 SCE003821	**32,905** equal	BEP039 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2021 SCE003823	**36,380** equal	BEP030 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2022 SCE003825	**53,945** equal	BEP031 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2023 SCE003827	**56,440** equal	BEP032 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2024 SCE003829	**74,305** equal	BEP033 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses
2025 SCE003831	**80,975** equal	BEP034 공개일 미확인	Consolidated income statement, Research and development expenses

공통 비고 회계상비용이며 별도공개grossR&D지출과 다름. 장비대수 아님.

장비 수주량 system_orders_received

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Orders received inQ42022 · **단위** systems · **기간** calendar_quarter · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022Q4 SCE003803	**11** equal	BEP031 공개일 미확인	PDFpage18; orders for an additional11 systems 장비주문이며 출하·설치·매출인식과 다름.

장비 출하량 systems_shipped

제품·기술 Fluxless TC Next/TCB · **범위** Specific fluxless TCB Next product; global shipments · **단위** systems · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 장비·챔버 설치·출하·수주

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003808	**2** equal	BEP033 공개일 미확인	PDFpage15; two units shipped 전체Besi연간장비출하량 아님.

채택 고객수 customer_count

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Customers in annual report adoption update · **단위** customers · **기간** report_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023-report SCE003805	**9** equal	BEP032 공개일 미확인	2023annual report wafer-level assembly update 생산/연구기관 등을 포함하며 고객수는 설치대수 아님.

채택 고객수 customer_count

제품·기술 Hybrid bonding · **범위** Customers including IDMs/foundries/OSATs/research institutes · **단위** customers · **기간** report_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 기술·비중·성장률·기타

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024-report SCE003807	**15** equal	BEP033 공개일 미확인	Wafer-level assembly/hybrid bonding adoption update
2025-report SCE003810	**18** equal	BEP034 공개일 미확인	Wafer-level assembly/hybrid bonding adoption update

공통 비고 고객 채택수이며 개별고객의 양산확인과 다름.

현금 설비투자 cash_capital_expenditures

제품·기술 Consolidated Besi · **범위** Consolidated cash-flow capital expenditures line; PPE · **단위** thousand_EUR · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2016 SCE003814	**4,488** equal	BEP035 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures
2017 SCE003816	**5,034** equal	BEP036 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003818	**6,573** equal	BEP037 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures
2019 SCE003820	**2,511** equal	BEP038 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures
2020 SCE003822	**4,242** equal	BEP039 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures
2021 SCE003824	**5,337** equal	BEP030 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures
2022 SCE003826	**6,780** equal	BEP031 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures
2023 SCE003828	**6,899** equal	BEP032 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures
2024 SCE003830	**12,039** equal	BEP033 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures
2025 SCE003832	**15,795** equal	BEP034 공개일 미확인	Consolidated cash flows, Capital expenditures

공통 비고 현금유출 양의크기. 2025총21.0m언급은 투자부동산까지 포함; 본행은PPE현금15.795m으로 별도범위.

JCET Group JCET

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003717	**22,032.46** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2023 SCE003726	**17,324.6** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003735	**20,717.84** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003491	**16,070.43** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003500	**18,275.89** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003681	**30,395.92** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003690	**28,480.81** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003699	**36,811.17** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003708	**34,812.86** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003723	**10,510.16** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2023 SCE003732	**8,386.36** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003741	**7,844.67** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003497	**8,239.74** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003506	**9,167.66** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003687	**3,704.34** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003696	**7,412.56** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003705	**9,186.57** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003714	**5,316.1** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003720	**38,340.06** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2023 SCE003729	**39,202.48** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003738	**53,277.41** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003494	**36,911.56** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003503	**38,880.05** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 생산량 packaging_or_test_production

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003684	**30,344.72** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003693	**26,337.17** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003702	**31,171.75** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003711	**41,710.96** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003719 종료 2022-12-31	**1,700.06** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2023 SCE003728 종료 2023-12-31	**1,356.11** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018-21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003737 종료 2021-12-31	**1,014.43** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003493 종료 2024-12-31	**1,786.04** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003502 종료 2025-12-31	**2,042.95** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003683 종료 2018-12-31	**2,298.8** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003692 종료 2019-12-31	**2,463.53** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003701 종료 2020-12-31	**2,661.89** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003710 종료 2021-12-31	**1,625.56** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003725 종료 2022-12-31	**18.7** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2023 SCE003734 종료 2023-12-31	**8.77** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003743 종료 2021-12-31	**3.51** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003499 종료 2024-12-31	**10.6** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003508 종료 2025-12-31	**13.92** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003689 종료 2018-12-31	**10.93** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003698 종료 2019-12-31	**34.15** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003707 종료 2020-12-31	**33.13** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003716 종료 2021-12-31	**3.47** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003722 종료 2022-12-31	**1,354.37** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2023 SCE003731 종료 2023-12-31	**1,750.66** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003740 종료 2021-12-31	**2,408.32** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003496 종료 2024-12-31	**2,167.05** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003505 종료 2025-12-31	**1,704.34** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 재고 packaging_or_test_inventory

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003686 종료 2018-12-31	**855.45** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003695 종료 2019-12-31	**903.31** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003704 종료 2020-12-31	**740.67** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003713 종료 2021-12-31	**1,797.24** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003718	**21,346.84** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2023 SCE003727	**17,355.18** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003736	**21,666.56** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003492	**15,806.17** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003501	**18,018.98** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Advanced packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003682	**30,361.35** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003691	**28,316.09** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003700	**37,182.16** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003709	**35,657.78** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018-21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003724	**10,494.97** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2023 SCE003733	**8,396.29** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003742	**7,868.19** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003498	**8,237.91** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003507	**9,164.34** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Testing · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003688	**3,700.62** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003697	**7,389.34** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003706	**9,187.58** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003715	**5,339.67** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003721	**39,394.02** equal	BEP025 2023-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003730	**39,119.56** equal	BEP026 2024-04-19	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** 2022 advanced-packaging classification, 2021 restated

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003739	**52,254.19** equal	BEP025 2023-03-31	Section3,2021 new-basis production/sales table following classification explanation 2022년 공시가 소급 제시한2021신기준값. 같은2021원공시값과 별도 vintage이며 중복 합산 금지.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** million reported devices (百万颗)

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003495	**36,495.16** equal	BEP001 2025-04-21	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2025 SCE003504	**39,342.76** equal	BEP002 2026-04-10	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 테스트 처리 개수는 패키지 생산과 공정 중복 가능. 제품당 내장 다이 수가 아니며 판매량은 제조 생산량과 별도. 원문 百万颗를 보존.

패키지·테스트 판매량 packaging_or_test_sales_quantity

제품·기술 Traditional packaging · **범위** JCET consolidated; category-specific · **단위** million_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매 · **보고 기준** pre-2022 classification

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003685	**30,277.51** equal	BEP021 2019-04-27	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003694	**26,289.31** equal	BEP022 2020-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003703	**30,765.58** equal	BEP023 2021-04-29	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003712	**40,791.49** equal	BEP024 2022-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 2022년 첨단 패키징 통계기준 상향. 2018–21원기준과2022이후 신기준 연결에 구조변화. 테스트는 패키징과 공정 중복 가능, 합계는 고유 칩 수가 아님.

Kulicke & Soffa KULICKE_SOFFA

부문 매출 segment_revenue

제품·기술 Advanced Solutions · **범위** Reportable segment; All Others excluded · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE003844 종료 2025-10-04	**72,737** equal	BEP040 2025-11-20	Note16 segment information FY2025 장비대수가 아니며APS는 소모품·부품·서비스 포함.

부문 매출 segment_revenue

제품·기술 Aftermarket Products and Services · **범위** Reportable segment; All Others excluded · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE003845 종료 2025-10-04	**156,129** equal	BEP040 2025-11-20	Note16 segment information FY2025 장비대수가 아니며APS는 소모품·부품·서비스 포함.

부문 매출 segment_revenue

제품·기술 Ball Bonding Equipment · **범위** Reportable segment; All Others excluded · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE003842 종료 2025-10-04	**292,951** equal	BEP040 2025-11-20	Note16 segment information FY2025 장비대수가 아니며APS는 소모품·부품·서비스 포함.

부문 매출 segment_revenue

제품·기술 Wedge Bonding Equipment · **범위** Reportable segment; All Others excluded · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2025 SCE003843 종료 2025-10-04	**110,593** equal	BEP040 2025-11-20	Note16 segment information FY2025 장비대수가 아니며APS는 소모품·부품·서비스 포함.

연구개발비 research_and_development_expense

제품·기술 K&S consolidated · **범위** Consolidated, including assembly equipment and aftermarket services · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE003834 종료 2023-09-30	**144,701** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2024 SCE003837 종료 2024-09-28	**151,214** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows
FY2025 SCE003840 종료 2025-10-04	**149,616** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows

공통 비고 금액이며 장비대수 아님. FY2025는53주,2023/24는52주. PPE취득은 양의현금유출 크기.

총매출 net_revenue

제품·기술 K&S consolidated · **범위** Consolidated, including assembly equipment and aftermarket services · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE003833 종료 2023-09-30	**742,491** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows
FY2024 SCE003836 종료 2024-09-28	**706,232** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows
FY2025 SCE003839 종료 2025-10-04	**654,081** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows

공통 비고 금액이며 장비대수 아님. FY2025는53주,2023/24는52주. PPE취득은 양의현금유출 크기.

현금 유형자산 취득 cash_ppe_purchases

제품·기술 K&S consolidated · **범위** Consolidated, including assembly equipment and aftermarket services · **단위** thousand_USD · **기간** fiscal_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
FY2023 SCE003835 종료 2023-09-30	**44,406** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows
FY2024 SCE003838 종료 2024-09-28	**16,148** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows
FY2025 SCE003841 종료 2025-10-04	**17,203** equal	BEP040 2025-11-20	Consolidated statements of operations/cash flows

공통 비고 금액이며 장비대수 아님. FY2025는53주,2023/24는52주. PPE취득은 양의현금유출 크기.

Powertech Technology POWERTECH

조립·테스트 실제 생산량 assembly_test_actual_production

제품·기술 IC Packaging · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003745	**11,025,300** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2019 SCE003753	**11,083,932** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2020 SCE003761	**13,771,870** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003771	**16,394,153** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003781	**13,070,734** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003791	**10,442,126** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 실제 생산량 assembly_test_actual_production

제품·기술 IC Testing · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003747	**6,960,538** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2019 SCE003755	**6,715,326** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2020 SCE003763	**8,465,812** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003773	**9,763,136** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003783	**7,490,729** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003793	**5,617,597** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 실제 생산량 assembly_test_actual_production

제품·기술 Module Processing · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003769	**145,271** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003779	**154,842** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003789	**140,444** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003799	**132,361** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 실제 생산량 assembly_test_actual_production

제품·기술 Wafer Level Packaging · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_wafers · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003749	**797** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2019 SCE003757	**774** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2020 SCE003765	**863** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003775	**1,049** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003785	**1,008** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003795	**869** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 실제 생산량 assembly_test_actual_production

제품·기술 Wafer Level Testing · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_wafers · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003751	**2,571** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE003759	**1,068** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2020 SCE003767	**1,857** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003777	**2,036** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003787	**1,335** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003797	**1,427** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 연간 생산능력 assembly_test_capacity

제품·기술 IC Packaging · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003744	**12,324,692** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2019 SCE003752	**12,633,942** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2020 SCE003760	**15,437,158** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003770	**17,710,837** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003780	**17,829,582** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003790	**16,126,972** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 연간 생산능력 assembly_test_capacity

제품·기술 IC Testing · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003746	**9,129,235** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2019 SCE003754	**8,861,588** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003762	**9,681,679** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003772	**11,086,219** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003782	**11,593,541** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003792	**10,288,650** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 연간 생산능력 assembly_test_capacity

제품·기술 Module Processing · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_reported_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2020 SCE003768	**238,016** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003778	**205,469** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003788	**226,089** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003798	**326,152** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 연간 생산능력 assembly_test_capacity

제품·기술 Wafer Level Packaging · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_wafers · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003748	**1,247** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2019 SCE003756	**1,300** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2020 SCE003764	**1,366** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003774	**1,325** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003784	**1,249** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003794	**2,361** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

조립·테스트 연간 생산능력 assembly_test_capacity

제품·기술 Wafer Level Testing · **범위** Powertech Technology Inc. operating production table; parent reporting scope · **단위** thousand_wafers · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 기준 생산능력 · **보고 기준** company operational table, thousand pieces for IC/module and thousand wafers for wafer-level operations

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003750	**3,282** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2019 SCE003758	**1,204** equal	BEP027 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2018–2019
2020 SCE003766	**2,551** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2021 SCE003776	**2,731** equal	BEP028 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2020–2021
2022 SCE003786	**2,174** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023
2023 SCE003796	**2,130** equal	BEP029 공개일 미확인	Operational highlights, production quantity/value table2022–2023

공통 비고 중국어 원문 仟顆/仟片로 단위 확인. 영문 일괄1,000wafers표기는IC제품에 부적합. WLP/WLT지름 불명. 2021보고서에서2020 IC테스트 비교열을 모듈과 재분류. 연결자회사 합계로 간주하지 않음. 같은 다이가 패키징과 테스트 각 공정에 중복 계상될 수 있으므로 단계 간 생산량 합산 금지.

Teradyne TERADYNE

부문 감가상각비 segment_depreciation_and_amortization

제품·기술 Semiconductor Test · **범위** Semiconductor Test segment only; excludes Robotics and Product Test · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003849	**78,568** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88
2024 SCE003853	**85,737** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88
2025 SCE003857	**93,857** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88

공통 비고 장비대수 아님. Property additions는 발생기준 자산추가이며 현금CAPEX와 다를 수 있음. 2025공시 재작성부문 기준. 100,000+Robotics설치기반은ATE와 무관하므로 제외.

부문 매출 segment_revenue

제품·기술 Semiconductor Test · **범위** Semiconductor Test segment only; excludes Robotics and Product Test · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003846	**1,957,188** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88
2024 SCE003850	**2,123,920** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88
2025 SCE003854	**2,523,744** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88

공통 비고 장비대수 아님. Property additions는 발생기준 자산추가이며 현금CAPEX와 다를 수 있음. 2025공시 재작성부문 기준. 100,000+Robotics설치기반은ATE와 무관하므로 제외.

부문 엔지니어링·개발비 segment_engineering_and_development

제품·기술 Semiconductor Test · **범위** Semiconductor Test segment only; excludes Robotics and Product Test · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003847	**257,387** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88
2024 SCE003851	**295,614** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88
2025 SCE003855	**344,113** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88

공통 비고 장비대수 아님. Property additions는 발생기준 자산추가이며 현금CAPEX와 다를 수 있음. 2025공시 재작성부문 기준. 100,000+Robotics설치기반은ATE와 무관하므로 제외.

부문 자산 추가 segment_property_additions

제품·기술 Semiconductor Test · **범위** Semiconductor Test segment only; excludes Robotics and Product Test · **단위** thousand_USD · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 매출·투자·생산금액 등

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003848	**113,664** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88
2024 SCE003852	**168,130** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88
2025 SCE003856	**197,113** equal	BEP041 2026-02-19	NoteR Segment Information, printed pp86–88

공통 비고 장비대수 아님. Property additions는 발생기준 자산추가이며 현금CAPEX와 다를 수 있음. 2025공시 재작성부문 기준. 100,000+Robotics설치기반은ATE와 무관하므로 제외.

Tianshui Huatian Technology HUATIAN

패키지·LED 생산량 packaging_or_LED_production

제품·기술 IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_packages · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003598	**2,824,995** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2018 SCE003607	**2,672,430** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2019 SCE003616	**3,318,763** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2020 SCE003625	**3,944,991** equal	BEP011 2021-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2021 SCE003633	**4,964,801** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003642	**4,191,942** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003651	**4,692,854** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003509	**5,751,363** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.
2025 SCE003518	**6,287,970** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 생산량 packaging_or_LED_production

제품·기술 LED products · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_LED_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003604	**363,044** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2018 SCE003613	**1,367,780** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2019 SCE003622	**1,322,096** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2020 SCE003631	**944,988** equal	BEP011 2021-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2021 SCE003639	**1,123,000** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003648	**1,170,627** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003657	**888,874** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003515	**1,279,205** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.
2025 SCE003524	**45,778** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 생산량 packaging_or_LED_production

제품·기술 Wafer-level IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_wafers · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003645	**138.95** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003654	**127.3** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003512	**176.42** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.
2025 SCE003521	**211.99** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 생산량 packaging_or_LED_production

제품·기술 Wafer-level IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** wafers · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003601	**479,980** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2018 SCE003610	**564,015** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003619	**851,539** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003628	**1,076,536** equal	BEP011 2021-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003636	**1,435,118** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은2018보고서 비교열.

패키지·LED 재고 packaging_or_LED_inventory

제품·기술 IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_packages · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003600 종료 2017-12-31	**98,384** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2018 SCE003609 종료 2018-12-31	**79,049** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2019 SCE003618 종료 2019-12-31	**134,666** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2020 SCE003627 종료 2020-12-31	**127,925** equal	BEP011 2021-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2021 SCE003635 종료 2021-12-31	**172,081** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003644 종료 2022-12-31	**164,702** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003653 종료 2023-12-31	**191,805** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003511 종료 2024-12-31	**244,547** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.
2025 SCE003520 종료 2025-12-31	**209,909** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 재고 packaging_or_LED_inventory

제품·기술 LED products · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_LED_devices · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003606 종료 2017-12-31	**39,245** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2018 SCE003615 종료 2018-12-31	**55,450** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2019 SCE003624 종료 2019-12-31	**140,638** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2021 SCE003641 종료 2021-12-31	**127,429** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003650 종료 2022-12-31	**211,505** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003659 종료 2023-12-31	**67,495** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003517 종료 2024-12-31	**39,046** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.
2025 SCE003526 종료 2025-12-31	**13,133** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 재고 packaging_or_LED_inventory

제품·기술 Wafer-level IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_wafers · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003647 종료 2022-12-31	**5.57** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2023 SCE003656 종료 2023-12-31	**0.87** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017–21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003514 종료 2024-12-31	**1.39** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.
2025 SCE003523 종료 2025-12-31	**2.83** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 재고 packaging_or_LED_inventory

제품·기술 Wafer-level IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** wafers · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003603 종료 2017-12-31	**9,862** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2018 SCE003612 종료 2018-12-31	**31,873** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003621 종료 2019-12-31	**27,736** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003630 종료 2020-12-31	**59,000** equal	BEP011 2021-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003638 종료 2021-12-31	**100,627** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 원문 IC/LED만개, WLP2017–21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은2018보고서 비교열.

패키지·LED 판매량 packaging_or_LED_sales_quantity

제품·기술 IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_packages · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003599	**2,789,595** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017–21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2018 SCE003608	**2,691,765** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2019 SCE003617	**3,263,147** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2020 SCE003626	**3,951,732** equal	BEP011 2021-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2021 SCE003634	**4,920,645** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003643	**4,199,322** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003652	**4,665,751** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003510	**5,698,621** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.
2025 SCE003519	**6,322,608** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 판매량 packaging_or_LED_sales_quantity

제품·기술 LED products · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_LED_devices · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003605	**364,558** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2018 SCE003614	**1,351,575** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2019 SCE003623	**1,236,908** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2020 SCE003632	**909,698** equal	BEP011 2021-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2021 SCE003640	**1,171,499** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003649	**1,086,551** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003658	**1,032,884** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003516	**1,307,654** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.
2025 SCE003525	**71,691** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 판매량 packaging_or_LED_sales_quantity

제품·기술 Wafer-level IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** ten_thousand_wafers · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2022 SCE003646	**143.44** equal	BEP013 2023-03-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003655	**132** equal	BEP014 2024-04-02	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 IC/LED만개, WLP2017-21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003513	**175.9** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2025 SCE003522	**210.56** equal	BEP003 2026-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table IC 万只, WLP 万片, LED 万只를 분리. WLP 지름 미공개이므로 200/300mm환산 불가. 2025 LED 표시등 생산 중단에 따른 감소. 서로 다른 공정·제품 단위 합산 금지.

패키지·LED 판매량 packaging_or_LED_sales_quantity

제품·기술 Wafer-level IC packaging · **범위** Huatian consolidated; product-specific · **단위** wafers · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003602	**473,819** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2018 SCE003611	**542,004** equal	BEP009 2019-04-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2019 SCE003620	**855,676** equal	BEP010 2020-04-28	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2020 SCE003629	**1,045,272** equal	BEP011 2021-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table
2021 SCE003637	**1,393,492** equal	BEP012 2022-04-26	Management discussion, physical production/sales/inventory table

공통 비고 원문 IC/LED만개, WLP2017–21장(片),2022이후만장(万片). 단위 변화를 유지. 지름 미공개, 패키지와WLP/테스트 공정 합산 금지. 2017은2018보고서 비교열.

Tongfu Microelectronics TONGFU

조립·테스트 생산량 assembly_test_production

제품·기술 IC packaging and testing · **범위** Tongfu consolidated IC packaging and test · **단위** ten_thousand_reported_IC_units · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 실제 생산 물량

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003660	**1,844,722** equal	BEP015 2019-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2018 SCE003663	**2,109,269** equal	BEP015 2019-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2019 SCE003666	**2,299,392** equal	BEP016 2020-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2020 SCE003669	**3,035,872** equal	BEP017 2021-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2021 SCE003672	**4,180,875** equal	BEP018 2022-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003675	**3,394,579** equal	BEP019 2023-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003678	**3,177,312** equal	BEP020 2024-04-13	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003527	**3,761,855** equal	BEP004 2026-04-17	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. 개별 다이 수나 웨이퍼 투입량이 아니며 패키지별 내장 다이 수 미공개.
2025 SCE003530	**4,590,626** equal	BEP004 2026-04-17	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. 개별 다이 수나 웨이퍼 투입량이 아니며 패키지별 내장 다이 수 미공개.

조립·테스트 재고 assembly_test_inventory

제품·기술 IC packaging and testing · **범위** Tongfu consolidated IC packaging and test · **단위** ten_thousand_reported_IC_units · **기간** year_end_snapshot · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 재고

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003662 종료 2017-12-31	**65,832** equal	BEP015 2019-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2018 SCE003665 종료 2018-12-31	**70,115** equal	BEP015 2019-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2019 SCE003668 종료 2019-12-31	**63,565** equal	BEP016 2020-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2020 SCE003671 종료 2020-12-31	**124,043** equal	BEP017 2021-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2021 SCE003674 종료 2021-12-31	**92,634** equal	BEP018 2022-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003677 종료 2022-12-31	**135,055** equal	BEP019 2023-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003680 종료 2023-12-31	**123,307** equal	BEP020 2024-04-13	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2024 SCE003529 종료 2024-12-31	**116,026** equal	BEP004 2026-04-17	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. 개별 다이 수나 웨이퍼 투입량이 아니며 패키지별 내장 다이 수 미공개.
2025 SCE003532 종료 2025-12-31	**141,239** equal	BEP004 2026-04-17	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. 개별 다이 수나 웨이퍼 투입량이 아니며 패키지별 내장 다이 수 미공개.

조립·테스트 판매량 assembly_test_sales_quantity

제품·기술 IC packaging and testing · **범위** Tongfu consolidated IC packaging and test · **단위** ten_thousand_reported_IC_units · **기간** calendar_year · **상태** reported_actual · 비전망 기록 · **측정** 물량 출하·판매

보고 기간	원문 값	원문·가용일	위치·비고
2017 SCE003661	**1,834,771** equal	BEP015 2019-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2018 SCE003664	**2,104,986** equal	BEP015 2019-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2019 SCE003667	**2,305,942** equal	BEP016 2020-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2020 SCE003670	**2,975,394** equal	BEP017 2021-03-31	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2021 SCE003673	**4,212,284** equal	BEP018 2022-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2022 SCE003676	**3,352,158** equal	BEP019 2023-03-30	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2023 SCE003679	**3,189,060** equal	BEP020 2024-04-13	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. IC완제품 처리 수, 웨이퍼·다이로 환산하지 않음. 2017은 2018보고서 비교열.
2024 SCE003528	**3,769,136** equal	BEP004 2026-04-17	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. 개별 다이 수나 웨이퍼 투입량이 아니며 패키지별 내장 다이 수 미공개.
2025 SCE003531	**4,565,413** equal	BEP004 2026-04-17	Management discussion, physical production/sales/inventory table 원문 万块. 개별 다이 수나 웨이퍼 투입량이 아니며 패키지별 내장 다이 수 미공개.

확인된 공개 공백

아래 공백은 이번 조사에서 확인한 미공시·접근 제한·정의 불일치·추가 수집 필요 항목입니다. 미확보를0으로 보거나 회사가 영구적으로 공개하지 않는다는 뜻으로 해석하지 않습니다.

회사·분야	지표군	이유·다음 확인
SOULBRAIN materials	display_series_scope_break	2021회고파주값과당초공주/파주공시범위가달라단순연결생산성장률주의. MAT031, MAT032, MAT066
TOK materials	absolute_photoresist_output	포토레지스트/EUV레지스트리터·톤연간물량미확보.소재매출로대체금지. MAT029, MAT030, MAT039
JSR materials	absolute_photoresist_output	레지스트/CMP절대물량미확보.DigitalSolutions에디스플레이/EdgeComputing 포함. MAT037, MAT040
FUJIFILM materials	absolute_materials_output	Oita증설비율과부문재무로CMP/레지스트리터·톤복원불가. MAT038, MAT058
PHOTRONICS materials	mask_unit_shipments	IC/FPD매출장기이력은있으나장수/규격별생산면적미확보. MAT001, MAT002, MAT003, MAT004, MAT005, MAT006, MAT007, MAT008, MAT009, MAT010, MAT011, MAT012, MAT013, MAT014
ENTEGRIS materials	CMP_slurry_filter_physical_output	연결/부문매출로슬러리리터·필터개수추정금지.인수/매각/재편영향. MAT015, MAT016, MAT017, MAT018, MAT019, MAT020, MAT021, MAT022, MAT023, MAT024, MAT025, MAT026, MAT027, MAT028
ENF_TECHNOLOGY materials	absolute_chemical_output	공시표는가동률만제공.배치생산·평가용여유능력으로톤역산불가. MAT033, MAT034
DONGJIN_SEMICHEM materials	absolute_photoresist_output	국내공장혼합제품가동률이며photoresist절대출하/EUV단독능력미확보. MAT035, MAT036, MAT041
AIR_LIQUIDE materials	global_electronics_gas_output	일부계약능력/전자사업매출로가스별세계연간생산/출하총량추정금지. MAT042, MAT043, MAT044, MAT045, MAT046, MAT047, MAT048, MAT049, MAT050, MAT051, MAT052
LINDE materials	global_electronics_gas_output	특정현장ASU/계약용량과세계전자용가스실생산총량구분.후속완료확인필요. MAT053, MAT054
DUPONT materials	absolute_photoresist_output	nearlydoubled는정성비율.절대톤/리터없고분할사업계보검증필요. MAT059
DNP materials	mask_unit_shipments	개발/설비이정표외연간마스크장수·전체MBMW보유량미확보. MAT060
TEKSCEND_PHOTOMASK materials	mask_unit_shipments	CorbeilSLX1신규설치로회사연간마스크생산추정불가. MAT061
AGC materials	absolute_EUV_blank_output	상대능력증설계획외절대생산/출하장수·계획완료미확인. MAT062, MAT063
HOYA materials	absolute_EUV_blank_output	Singapore증설절대장수/비율없음.IT매출로EUV생산대체금지. MAT064

회사·분야	지표군	이유·다음 확인
SK_SPECIALTY materials	primary_filing_validation	공시인용2차기사값.1차원문표·사업소범위대조미완료.생산실적금액을톤으로보지않음. MAT065
WALSIN_TECHNOLOGY components_substrates	MLCC output FY2024–2025	2024 영문요약본에서 기존 물량표를 확인하지 못해 2023 보고서까지 적재. 이후 빈 값을 0으로 채우지 않음. CMP001, CMP002, CMP003, CMP004, CMP005, CMP006, CMP007, CMP008, CMP009, CMP010, CMP011, CMP012, CMP013, CMP014
MURATA components_substrates	MLCC absolute unit output/capacity	전사 금융표는 확인했으나 MLCC 전용 개수 생산량·능력 일관 표 미확인. CMP022
TAIYO_YUDEN components_substrates	MLCC absolute unit output/capacity	가동률·BB 확보, 절대 개수 능력/생산량 미공개로 역산하지 않음. CMP028, CMP029, CMP030, CMP031, CMP032, CMP033, CMP034, CMP035, CMP036, CMP037, CMP038, CMP039, CMP040, CMP041, CMP042, CMP043, CMP044, CMP045, CMP046, CMP047, CMP048, CMP049
NAN_YA_PCB components_substrates	IC-substrate-only area output	PCB 통합 면적 공시. ABF/BT 전용 면적 분해 미확보. CMP019, CMP020
IBIDEN components_substrates	IC-substrate physical output/capacity	전사 투자/R&D는 확보했으나 기판 개수·면적 물량 미확인. CMP021
YAGEO components_substrates	MLCC/chip-resistor absolute output and capacity	제품별 매출비중은 확인했으나 절대 개수 능력/생산량 일관 표 미확인. 미디어 추정을 실적값으로 사용하지 않음. CMP050
SHINKO_ELECTRIC components_substrates	IC-substrate physical output/capacity	현금 취득액은 확보. 기판·리드프레임 혼합범위에서 기판 전용 물리량 미확인. CMP051
UNIMICRON components_substrates	ABF/BT/PCB physical output and capacity	전사 CAPEX/R&D만 수록. 기판 물리량과 원문 최초공개일 미확인 부분은 임의로 채우지 않음. CMP052
AT_AND_S components_substrates	substrate physical area and unit production history	개장/샘플/투자계획만 확보. 공장 부지 면적과 투자액은 생산면적·개수가 아니므로 변환하지 않음. CMP053, CMP054
APPLIED_MATERIALS frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	새 장비·중고 장비·챔버별 연간 생산 및 출하 대수와 현재 설치 기반 전체를 확인하지 못했다. AGS를 순수 서비스로 취급하지 않는다. EQF004, EQF003
LAM_RESEARCH frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	설치 기반은 챔버 개수의 근사치다. 연간 순증을 신규 시스템 출하로 간주하거나 시스템 대수로 환산할 수 없다. 제품군은 전체의 일부다. EQF006, EQF005
TOKYO_ELECTRON frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	전체 설치 기반과 연간 증가 설명 범위는 있으나 제품별 신규·중고 장비 연간 출하 전체 표는 미확보다. Unit과 챔버의 환산계수는 없다. EQF001, EQF002

회사·분야	지표군	이유·다음 확인
KLA frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	검사·계측 장비 연간 대수, 검사 처리 웨이퍼량, 전체 현역 장비 재고의 시계열은 미확보다. 매출 변화에는 가격·제품 구성·서비스가 섞인다. EQF009, EQF010
ASM_INTERNATIONAL frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	ALD·epi·furnace별 연간 대수와 동시 현역 설치 기반은 미확보다. 수주액·잔고는 대수로 바꿀 수 없다. 2025년 서비스 분류 변경에 주의한다. EQF019
SCREEN frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	15,000대 초과는 세정장비의 누적 출하 한정이다. 연간 절대 출하와 회사 전체 현역 장비 재고는 미확보다. EQF011, EQF012, EQF013
HITACHI_HIGH_TECH frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	CD-SEM 누적 6,000대 초과의 기준일이 없다. 연간 출하·폐기·현역 재고는 불명이다. 전체 매출은 반도체 장비 전용 매출이 아니다. EQF020, EQF021
DISCO frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	Blade dicer·grinder별 연간 절대 대수는 확인 자료에서 미확보다. 결산자료의 shipment value는 엔화 금액이다. 누적 laser saw 출하를 연간 값으로 보간하지 않는다. EQF022, EQF023, EQF024
LASERTEC frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	ACTIS·MATRICS·ABICS별 연간 대수·ASP·설치 기반의 비교 가능한 원표는 미확보다. Fact Sheet CDN은 503 오류로 원문을 가져오지 못해 이차자료만으로 과거 숫자를 채우지 않았다. EQF025, EQF026
ONTO_INNOVATION frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	시스템·소프트웨어 매출은 소프트웨어를 포함한다. 합병·인수로 연결 범위가 변한다. 장비 출하 증가 설명으로 절대 대수를 복원하지 않는다. EQF017, EQF018
VEECO frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	LSA·MOCVD·MBE·ion beam별 연간 절대 대수와 현역 설치 기반은 미확보다. 시장별 매출과 서비스 구성은 중복되는 축이다. EQF016
AXCELIS frontend_equipment	annual_equipment_unit_shipments_and_active_installed_base	500번째 Purion은 제품군 누적 출하 이정표다. 전사 이온주입 장비 연간 출하와 현역 재고는 미확보다. 회계상 Product/Services와 사업상 Systems/CS&I 정의가 다르다. EQF014, EQF015
VAT_GROUP subsystems	physical_production_capacity_units	밸브 실물 연간출하 대수·반도체 전용 설치기반은 이 자료에서 공개 확인되지 않음. 공개 설계채택 건수와 금융지표로 보완. SUB001, SUB002
FORMFACTOR subsystems	physical_production_capacity_units	프로브카드는 고객/디바이스별 맞춤형 소모품. 공개 매출 시계열을 확보했으나 카드·핀 실물 수량으로 변환할 공시 단가/수량이 없음. SUB003, SUB004, SUB005
ADVANCED_ENERGY subsystems	physical_production_capacity_units	RF전원·매처별 실물 생산/출하 대수는 본 공시에서 확인되지 않음. 반도체장비 최종시장 매출만 별도 기록. SUB006, SUB007, SUB008
MKS subsystems	physical_production_capacity_units	MFC·압력계·RF전원별 대수/생산능력 미공개. Semiconductor 최종시장 매출은 부품별 실제수량 대용치가 아님. SUB009

회사·분야	지표군	이유·다음 확인
ATLAS_COPCO subsystems	physical_production_capacity_units	Vacuum Technique 전체 실적에서 Edwards 반도체 전용 펌프 개수/매출은 분리되지 않음. 반도체용과 일반산업용 구분 없이 합산 분석하면 오해 가능. SUB010
EDWARDS subsystems	physical_production_capacity_units	Genesee 계획 외 전세계 연간 펌프 실물 생산/설치기반은 본 문서에 없음. 예정 가동시점 실현 여부 추가 자료 필요. SUB011
EBARA subsystems	physical_production_capacity_units	누적 펌프출하 이정표 사이 연간 실물 생산대수는 공개 확인되지 않음. 매출/누적치를 균등분할해 채우지 않음. SUB012, SUB013
FERROTEC subsystems	physical_production_capacity_units	공장 생산능력은 가정 생산액(억엔)으로 제시되어 실물 부품 개수로 변환 불가. 태양광용 quartz crucibles 매출은 이 반도체 부품 표에서 제외. SUB014
HANA_MATERIALS subsystems	physical_production_capacity_units	실리콘·SiC 부품별 생산개수/물량 능력 미공개. 생산금액은 제조비용 기준으로 물량 아님. SUB015
TCK subsystems	physical_production_capacity_units	공시 생산능력/생산실적은 매출원가 금액이며 Ring별 물량 또는 생산한 SiC원판 수를 공개 확인하지 못함. SUB016
WONIK_QNC subsystems	physical_production_capacity_units	지역·제품별 생산액은 공시되지만 부품개수 시계열 없음. 특히 원료쿼츠/태양광 용도와 반도체 정밀가공품을 금액에서 완전 분리할 수 없음. SUB017
LEENO subsystems	physical_production_capacity_units	고객 주문별 형태·조립·정밀가공·도금 사양 및 인원·가동장비에 따라 생산능력이 변동하여 품목별 생산능력 산정이 어렵다고 공시. 미공개를0으로 기록하지 않음. SUB018
ISC subsystems	physical_production_capacity_units	생산수량은 PIN 포함 혼합치이며 제품별 단위/수량 분리 및 고정 생산능력 수치는 미공개. 주문생산인원·숙련도 영향 명시. SUB021
HORIBA subsystems	physical_production_capacity_units	HORIBA STEC MFC 실물 연간출하/능력 및 기존부문2018–22연속값은 이번 추출에서 확보하지 못함.2025부터 재편한 Materials&Semiconductor부문을 기존부문과 연결 금지. SUB022, SUB023
PFEIFFER_VACUUM subsystems	physical_production_capacity_units	시장별매출은 공개되지만 반도체 전용 펌프 실물 출하·보유기반을 확인하지 못함. SUB024, SUB025
TECHNOPROBE subsystems	physical_production_capacity_units	생산능력 확대는 공시되나 카드/핀 연간 실물 생산수량을 공개 확인하지 못함. 그룹 매출을 카드수로 변환하지 않음. SUB026
MICRONICS_JAPAN subsystems	physical_production_capacity_units	프로브카드 물량/연산개수 미공개. 공장가동 이정표만 기록. 전체매출에는TE사업이 포함되어 프로브카드전용으로 치환하지 않음. SUB027
JAPAN_ELECTRONIC_MATERIALS subsystems	physical_production_capacity_units	카드/핀 실물 생산/능력 개수는 이번 확보자료에 없음. 매출액·투자액·제품구성은 수량지표 대체불가. SUB028

회사·분야	지표군	이유·다음 확인
TOSOH_QUARTZ subsystems	physical_production_capacity_units	공장증설 연혁 확인, 연산부품개수나 quartz부품 매출시계열은 본공식연혁에 없음. 가공품/마스크기판 범위 혼합 주의. SUB029
COORSTEK subsystems	physical_production_capacity_units	비상장사의 반도체·디스플레이용 세라믹 부품 생산/능력/매출 연도별 수치를 공식제품 페이지에서 확인하지 못함. 그룹 시설수·전산업 세라믹 생산액을 반도체전용으로 배분하지 않음. SUB030
AUO displays	physical panel shipment area 2024–2025	검토한2024연차보고서/12월월간공시에서과거동일출하면적시계열을확보하지못했다. 매출/성장률에서역산하지않음. DSP020
INNOLUX displays	unit sales / latest monthly shipment series	2023공식연차보고서판매표의두연도제목이모두2022로오기되어모호한판매량제외. 월간/프로필페이지접근오류로최신물량시계열확보못함. DSP021
CORNING displays	display glass physical output/capacity	공개재무자료에서회사별실제디스플레이유리면적출하/용해로능력의연속절대량시계열을확보하지못했다. 매출은금융지표로만보존하며유리면적으로변환하지않았다. DSP037, DSP038, DSP039, DSP040
AGC displays	display glass physical output/capacity	공개재무자료에서회사별실제디스플레이유리면적출하/용해로능력의연속절대량시계열을확보하지못했다. 매출은금융지표로만보존하며유리면적으로변환하지않았다. DSP041, DSP042
NIPPON_ELECTRIC_GLASS displays	display glass physical output/capacity	공개재무자료에서회사별실제디스플레이유리면적출하/용해로능력의연속절대량시계열을확보하지못했다. 매출은금융지표로만보존하며유리면적으로변환하지않았다. DSP043, DSP044
SAMSUNG_DISPLAY displays	continuous actual physical output	실제연속OLED/LCD패널출하개수/면적과총장비보유대수는미확보. A6계획능력을실적에혼합하지않는다.
SHARP displays	continuous actual physical output	부문매출과사카이폐쇄확보;모든공장의연속실제패널생산량미확보.
JAPAN_DISPLAY displays	continuous actual physical output	회계연도/제품분류별매출확보;연속패널개수/기판투입미확보.
VISIONOX displays	continuous actual physical output	관계회사/연결범위변동때문에회사공시물량과외부업체별추정출하를자동합산금지.
NIKON displays	harmonized historic lithography unit definitions	FY2016/3FPD당해51대/다음연도비교46대차이,JGAAP→IFRS전환,MiniStep&Repeat포함범위변동때문에vintage별사실을보존하며과거전체를동일기준으로임의재작성하지않았다. DSP045, DSP046
TOKYO_ELECTRON displays	separate FPD segment after FY2023	FY2024부터단일부문공시로전환해연결매출-SPE신규장비잔액에는FPD와 fieldsolutions가함께포함된다. 잔액을FPD매출로분리하지않았고추가관측행없음.
ASE_HOLDING backend_osat	physical_output_capacity	공식20-F에서 전사 패키지 개수·테스터 대수 연속 시계열 미확보. 패키징/테스트/EMS연결금액에서 환산하지 않음. BEP006, BEP007
AMKOR backend_osat	physical_output_capacity	공식10-K는 제품매출/공장면적을 제시하나 비교 가능한 전사 생산량·장비 대수 연속수치 미확보. BEP008

회사·분야	지표군	이유·다음 확인
POWERTECH backend_osat	physical_output_capacity_2024_2025	2024/25동일 생산량표 미확보. 2018–23모회사 운영표이며 연결자회사 합계 아님. BEP027, BEP028, BEP029
BESI backend_osat	total_assembly_equipment_shipments	전체제품 연간총장비대수 연속시계열 미확보. 하이브리드본딩 수주·demo포함출하·설치기반은 별도 집계. BEP030, BEP031, BEP032, BEP033, BEP034, BEP035, BEP036, BEP037, BEP038, BEP039
ASMPT backend_osat	equipment_shipments_installed_base	전체/TCB/하이브리드장비 연도별 출하·설치대수 미공개 또는 미확보. 정성사실/매출 분리. BEP042
KULICKE_SOFFA backend_osat	equipment_shipments_installed_base	전사 연간장비대수/활성설치기반 연속 공식시계열 미확보. 제품매출로 역산하지 않음. BEP040
ADVANTEST backend_osat	tester_shipments_installed_base	ATE대수는 구성/가격/병렬도에 따라 매출과 다름. 전사 출하/설치대수 연속 공식시계열 미확보. BEP005, BEP043
TERADYNE backend_osat	tester_shipments_installed_base	Robotics10만대는 반도체테스터가 아님. ATE전사대수 연속 공식시계열 미확보. BEP041
JCET backend_osat	comparable_advanced_packaging_definition	2022첨단 패키징 통계기준 상향. 2021원공시와 재작성값 병존. 2020이전 신기준 소급 미확보. BEP001, BEP002, BEP021, BEP022, BEP023, BEP024, BEP025, BEP026
HUATIAN backend_osat	wafer_diameter	WLP장수 지름 미공개. 200/300mm환산 불가. BEP003, BEP009, BEP010, BEP011, BEP012, BEP013, BEP014
TONGFU backend_osat	wafer_or_die_equivalence	万块는 패키징·테스트 집계. 제품당 내장다이수/공정중복정도 미공개. BEP004, BEP015, BEP016, BEP017, BEP018, BEP019, BEP020

AI 개발·시점 학습에 사용할 때

한 행의 식별자는 observation_id입니다. 회사·지표·제품·범위·단위·기간기준·원문 버전을 묶어 계열을 만든 뒤 활용합니다. available_date_verified가 비어 있으면 회계기간 종료일이나 열람일로 대신 채우지 않습니다. 재작성 값은 이전 시점에 알 수 없었던 정보일 수 있으므로 원문 공개일을 기준으로 학습·검증을 나눕니다.

value는 확정된 점수치입니다. 하한·상한은 value_min/value_max, 정성 표현·분리 불가능한 구간은 value_text에 보존합니다. 상·하한의 중간값 생성, 빈값0대체, 성장률로부터 임의 절대량 복원은 수행하지 않았습니다. 회사 전망과 발표 계획은 is_forecast와status로 제외할 수 있습니다.

JSONL과SQLite에는 원문 값·비교관계·범위와native_record_json을 보존했습니다. CSV·Excel은 검토와교환용이며 원래 단위와 문맥을 유지합니다. 원문별 사용조건을 확인한 뒤 모델 학습·배포 용도에 맞게 자료를 사용해야 합니다.

원문 목록

HTML에는 기존 자료와 이번 확장의 출처를 함께 제공합니다. 인쇄PDF는 이번 확장 기록의 원문을 수록하며, 기존 출처 전체는 sources.csv와이전 v2보고서에서 확인할 수 있습니다. source_id는 각 기록과 연결됩니다. 공개일 미확인은 검증된 일자를 확보하지 못했다는 뜻입니다. 링크와 발행사·보고서 위치를 통해 원문을 다시 확인할 수 있습니다.

BEP001 · JCET 2024 Annual Report
JCET · 공개일 2025-04-21 · 열람일 2026-10-17
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223174786.PDF
Section3 产销量情况分析表
첨단·전통 패키지와 테스트 생산·판매·재고. 원문 百万颗.

BEP002 · JCET 2025 Annual Report
JCET · 공개일 2026-04-10 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202604091821102768_1.pdf
Section3 产销量情况分析表
첨단·전통 패키지와 테스트 생산·판매·재고. 원문 百万颗.

BEP003 · Huatian2025 Annual Report
Huatian · 공개일 2026-03-31 · 열람일 2026-10-17
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059982.PDF
Section3 公司实物销售收入是否大于劳务收入
2025/24 IC 패키지, 웨이퍼레벨, LED 생산·판매·재고 원단위표.

BEP004 · Tongfu2025 Annual Report
Tongfu · 공개일 2026-04-17 · 열람일 2026-10-17
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112762.PDF
Section3 公司实物销售收入是否大于劳务收入
IC 패키징·테스트 판매·생산·재고, 万块.

BEP005 · Advantest Integrated Annual Report2025
Advantest · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/annual/E_all_IAR2025.pdf
11Year Financial Highlights, printed p70
FY2014–24 매출·R&D·설비투자·감가상각 표. FY2024종료2025-03-31.

BEP006 · ASE Technology Holding 2024 Form20-F
ASE Technology Holding · 공개일 2025-03-27 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122411/000119312525064603/d889608d20f.htm
Item5 Liquidity and Capital Resources; consolidated income statements
현금CAPEX·R&D·패키징/테스트 부문 매출. EMS포함 연결 범위.

BEP007 · ASE Technology Holding 2025 Form20-F
ASE Technology Holding · 공개일 2026-04-01 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1122411/000119312526135585/d50802d20f.htm
Item5 Liquidity and Capital Resources; consolidated income statements
현금CAPEX·R&D·패키징/테스트 부문 매출. EMS포함 연결 범위.

BEP008 · Amkor2025 Form10-K
Amkor · 공개일 2026-02-24 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1047127/000104712726000014/amkr-20251231.htm
Item1 Service offerings/R&D; consolidated cash flows
2023–25 제품군 매출·R&D.

BEP009 · HUATIAN 2018 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Huatian · 공개일 2019-04-30 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002185&id=5326271
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP010 · HUATIAN 2019 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Huatian · 공개일 2020-04-28 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002185&id=6155140
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP011 · HUATIAN 2020 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Huatian · 공개일 2021-03-30 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002185&id=6991167
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP012 · HUATIAN 2021 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Huatian · 공개일 2022-04-26 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002185&id=8068496
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP013 · HUATIAN 2022 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Huatian · 공개일 2023-03-28 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002185&id=8916063
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP014 · HUATIAN 2023 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Huatian · 공개일 2024-04-02 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002185&id=9934357
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP015 · TONGFU 2018 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Tongfu · 공개일 2019-03-30 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002156&id=5135684
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP016 · TONGFU 2019 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Tongfu · 공개일 2020-03-31 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002156&id=5984545
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP017 · TONGFU 2020 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Tongfu · 공개일 2021-03-31 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002156&id=7001215
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP018 · TONGFU 2021 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Tongfu · 공개일 2022-03-30 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002156&id=7932611
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP019 · TONGFU 2022 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Tongfu · 공개일 2023-03-30 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002156&id=8929216
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP020 · TONGFU 2023 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
Tongfu · 공개일 2024-04-13 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002156&id=9968215
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP021 · JCET 2018 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
JCET · 공개일 2019-04-27 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600584&id=5309431
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP022 · JCET 2019 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
JCET · 공개일 2020-04-30 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600584&id=6207056
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP023 · JCET 2020 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
JCET · 공개일 2021-04-29 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600584&id=7175326
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP024 · JCET 2021 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
JCET · 공개일 2022-03-31 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600584&id=7934790
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP025 · JCET 2022 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
JCET · 공개일 2023-03-31 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600584&id=8931209
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP026 · JCET 2023 Annual Report (issuer filing mirrored by Sina)
JCET · 공개일 2024-04-19 · 열람일 2026-10-17
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600584&id=9992267
Management discussion, physical production/sales/inventory table
발행사 연차보고서 원문 미러. 회사 공시 수치이며2차 추정이 아님. 원문 단위·제품·통계 범위 유지.

BEP027 · Powertech2019 Annual Report, Chinese
Powertech Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.pti.com.tw/Handlers/CompanyAnnualReportDownload.ashx?lang=zh&id=e60f8d5e-9fe1-45b7-9517-52545191d349
生產量值 operational table,2019annual report
IC패키징/테스트/WLP/WLT/모듈 생산능력·실제생산; 원문 仟顆/仟片. 중국어2019PDF91페이지 시각검증.

BEP028 · Powertech2021 Annual Report, Chinese
Powertech Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.pti.com.tw/Handlers/CompanyAnnualReportDownload.ashx?lang=zh&id=09b13d2e-07b9-4f6e-9771-e6f01484b8c8
生產量值 operational table,2021annual report
IC패키징/테스트/WLP/WLT/모듈 생산능력·실제생산; 원문 仟顆/仟片. 중국어2019PDF91페이지 시각검증.

BEP029 · Powertech2023 Annual Report, Chinese
Powertech Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.pti.com.tw/Handlers/CompanyAnnualReportDownload.ashx?lang=zh&id=18c501ba-b7c3-41a8-b783-93cfc588e4a6
生產量值 operational table,2023annual report
IC패키징/테스트/WLP/WLT/모듈 생산능력·실제생산; 원문 仟顆/仟片. 중국어2019PDF91페이지 시각검증.

BEP030 · Besi Annual Report2021
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2021.pdf
Report of Board of Management, wafer-level assembly/hybrid bonding
하이브리드 본딩 누적출하·demo·설치·주문과 신제품 단계. 연간재무금액 별도.

BEP031 · Besi Annual Report2022
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2022.pdf
Report of Board of Management, wafer-level assembly/hybrid bonding
하이브리드 본딩 누적출하·demo·설치·주문과 신제품 단계. 연간재무금액 별도.

BEP032 · Besi Annual Report2023
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2023.pdf
Report of Board of Management, wafer-level assembly/hybrid bonding
하이브리드 본딩 누적출하·demo·설치·주문과 신제품 단계. 연간재무금액 별도.

BEP033 · Besi Annual Report2024
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2024.pdf
Report of Board of Management, wafer-level assembly/hybrid bonding
하이브리드 본딩 누적출하·demo·설치·주문과 신제품 단계. 연간재무금액 별도.

BEP034 · Besi Annual Report2025
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2025.pdf
Report of Board of Management, wafer-level assembly/hybrid bonding
하이브리드 본딩 누적출하·demo·설치·주문과 신제품 단계. 연간재무금액 별도.

BEP035 · Besi Annual Report2016
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2016.pdf
Consolidated income statement and cash flows
R&D reported expense와 현금설비투자. grossR&D와 구분.

BEP036 · Besi Annual Report2017
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/AGM/2018/Annual_Report_2017.pdf
Consolidated income statement and cash flows
R&D reported expense와 현금설비투자. grossR&D와 구분.

BEP037 · Besi Annual Report2018
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2018.pdf
Consolidated income statement and cash flows
R&D reported expense와 현금설비투자. grossR&D와 구분.

BEP038 · Besi Annual Report2019
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2019.pdf
Consolidated income statement and cash flows
R&D reported expense와 현금설비투자. grossR&D와 구분.

BEP039 · Besi Annual Report2020
Besi · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.besi.com/fileadmin/data/Investor_Relations/_Semi__Annual_Reports/Annual_Report_2020.pdf
Consolidated income statement and cash flows
R&D reported expense와 현금설비투자. grossR&D와 구분.

BEP040 · Kulicke&Soffa FY2025 Form10-K
Kulicke&Soffa · 공개일 2025-11-20 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/56978/000005697825000081/klic-20251004.htm
Consolidated income/cash-flow statements; Note16 segments
FY2023–25 총매출·R&D·PPE취득과 제품부문. FY2025는53주.

BEP041 · Teradyne2025 Form10-K
Teradyne · 공개일 2026-02-19 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/97210/000119312526059002/ter-20251231.htm
NoteR Segment Information, printed pp86–88
반도체테스트부문 매출·engineering/development·자산추가·감가상각. Robotics별도.

BEP042 · ASMPT Annual Report2025
ASMPT · 공개일 2026-04-10 · 열람일 2026-10-17
https://www.asmpt.com/site/assets/files/84854/e_00522ar-20260405.pdf
2025Review; Note7 segment information; five-year summary p168
2024/25계속사업SEM/SMT매출,AP/TCB동향. NEXX중단사업 분리.

BEP043 · Advantest FY2025Consolidated Financial Results
Advantest · 공개일 2026-04-27 · 열람일 2026-10-17
https://www.advantest.com/en/news/2026/a81o6o0000000hgw-att/E_FR_FY2025_FN.pdf
p1 consolidated FY2025results; segments
FY2025실적2025-04-01~2026-03-31.

CMP001 · Walsin Technology 2009 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2009-annual-reports/?wpdmdl=1783
PDF page 100; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP002 · Walsin Technology 2011 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2011-annual-reports/?wpdmdl=1776
PDF page 118; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP003 · Walsin Technology 2012 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2012-annual-reports/?wpdmdl=1772
PDF page 121; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP004 · Walsin Technology 2013 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2013-annual-reports/?wpdmdl=1768
PDF page 116; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP005 · Walsin Technology 2014 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2014-annual-reports/?wpdmdl=1765
PDF page 119; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP006 · Walsin Technology 2015 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2015-annual-reports/?wpdmdl=1760
PDF page 116; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP007 · Walsin Technology 2016 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2016-annual-reports/?wpdmdl=1755
PDF page 123; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP008 · Walsin Technology 2017 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2017-annual-reports/?wpdmdl=1748
PDF page 102; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP009 · Walsin Technology 2018 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2018-annual-report/?wpdmdl=78194
PDF page 98; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP010 · Walsin Technology 2019 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2019-annual-report/?wpdmdl=80119
PDF page 105; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP011 · Walsin Technology 2020 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2020-annual-report/?wpdmdl=81373
PDF page 140; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP012 · Walsin Technology 2021 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2021-annual-report_en/?wpdmdl=81914
PDF page 142; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP013 · Walsin Technology 2022 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2022-annual-report/?wpdmdl=83429
PDF page 137; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP014 · Walsin Technology 2023 Annual Report
Walsin Technology · 공개일 2024-04-30 · 열람일 2026-10-17
https://www.passivecomponent.com/download/2023%e5%b9%b4%e8%8f%af%e6%96%b0%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%b9%b4%e5%a0%b1_%e8%8b%b1%e6%96%87/?wpdmdl=84691
PDF page 139; 最近二年度生產量值 / output volume and value table
Annual product-family capacity and actual output, native Kpcs. Scope/vintage changes preserved.

CMP015 · Samsung Electro-Mechanics 2018 사업보고서
Samsung Electro-Mechanics · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.samsungsem.com/resources/file/kr/ir/archive/18_Business_Report.pdf
2018 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
Global finished-product annual capacity/output; stated annual utilization.

CMP016 · Samsung Electro-Mechanics 2021 사업보고서
Samsung Electro-Mechanics · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.samsungsem.com/resources/file/kr/ir/archive/21_Business_Report.pdf
2021 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
Global finished-product annual capacity/output; stated annual utilization.

CMP017 · Samsung Electro-Mechanics 2022 사업보고서
Samsung Electro-Mechanics · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.samsungsem.com/resources/file/kr/ir/archive/22_Business_Report.pdf
2022 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
Global finished-product annual capacity/output; stated annual utilization.

CMP018 · Samsung Electro-Mechanics 2025 사업보고서
Samsung Electro-Mechanics · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.samsungsem.com/resources/file/kr/ir/archive/25_Business_Report.pdf
2025 report; II 사업의 내용, 생산능력 / 생산실적 / 가동률
Global finished-product annual capacity/output; stated annual utilization.

CMP019 · Nan Ya PCB 2022 Annual Report
Nan Ya PCB · 공개일 2023-04-24 · 열람일 2026-10-17
https://www.nanyapcb.com.tw/nypcb/images/InvestorRelations/Report/112AnnualReportEN.pdf
Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 140–141
PCB capacity, output and domestic/export sales area in KSF.

CMP020 · Nan Ya PCB 2023 Annual Report
Nan Ya PCB · 공개일 2024-04-29 · 열람일 2026-10-17
https://www.nanyapcb.com.tw/nypcb/images/InvestorRelations/Report/113AnnualReportEN.pdf
Sections 5.2.5 and 5.2.6; PDF pages 150–151
PCB capacity, output and domestic/export sales area in KSF.

CMP021 · Ibiden Integrated Report 2025
Ibiden · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.ibiden.com/ir/items/IntegratedReport2025_en.pdf
Printed page 65 / PDF page 66; 11-year Financial Data table
Company-wide capital expenditure, depreciation/amortization and R&D.

CMP022 · Murata Value Report 2025
Murata Manufacturing · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://corporate.murata.com/-/media/corporate/ir/library/murata-value-report/2025_e/murata-value-report-2025-all-for-viewing-e.ashx?cvid=20251104090627000000&la=en
Printed page 82 / PDF page 83; 11-Year Consolidated Financial Summary
Native million JPY company-wide investment and R&D; US-GAAP/IFRS boundary preserved.

CMP023 · LG Innotek 2017 사업보고서
LG Innotek · 공개일 2018-04-02 · 열람일 2026-10-17
https://www.lginnotek.com/download/21c08910b9624bb9b136a39c9efe5e4d.do
2017 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
Annual capacity/output for substrates, tape substrates and camera modules; native sheet/length/module units.

CMP024 · LG Innotek 2019 사업보고서
LG Innotek · 공개일 2020-03-30 · 열람일 2026-10-17
https://www.lginnotek.com/download/3823d76577a04ad9a15dd827d10f95a9.do
2019 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
Annual capacity/output for substrates, tape substrates and camera modules; native sheet/length/module units.

CMP025 · LG Innotek 2021 사업보고서
LG Innotek · 공개일 2022-02-22 · 열람일 2026-10-17
https://www.lginnotek.com/download/0bfeee5ff2d3432f8d42bd3e8b534bc8.do
2021 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
Annual capacity/output for substrates, tape substrates and camera modules; native sheet/length/module units.

CMP026 · LG Innotek 2023 사업보고서
LG Innotek · 공개일 2024-02-28 · 열람일 2026-10-17
https://www.lginnotek.com/download/ed5b37e7fa7e4ead91e6ef7e9de01281.do
2023 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
Annual capacity/output for substrates, tape substrates and camera modules; native sheet/length/module units.

CMP027 · LG Innotek 2025 사업보고서
LG Innotek · 공개일 2026-03-12 · 열람일 2026-10-17
https://www.lginnotek.com/download/f7cb6225f45945b0b49e936cf5712b9e.do
2025 report; 생산능력, 생산실적, 당기 가동률
Annual capacity/output for substrates, tape substrates and camera modules; native sheet/length/module units.

CMP028 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the 3rd Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2022-02-15 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/urNP/l7H8/UJLt.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP029 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the FYE March 2022
Taiyo Yuden · 공개일 2022-05-17 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/wigp/PD77/IRE1.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP030 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the 1st Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2022-08-19 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/BUJq/IlOF/fepS.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP031 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the 2nd Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2022-11-15 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/aG1f/V0dP/ADgE.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP032 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the 3rd Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2023-02-16 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/NJLt/RGd4/ASof.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP033 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the FYE March 2023
Taiyo Yuden · 공개일 2023-05-18 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/CaoZ/YlJF/rZph.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP034 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the 1st Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2023-08-21 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/cEro/CtmH/HqJx.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP035 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the 2nd Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2023-11-17 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/MH4b/srLF/Zrr2.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP036 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the 3rd Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2024-02-20 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/KKjE/zgVP/Al38.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP037 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the FYE March 2024
Taiyo Yuden · 공개일 2024-05-17 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/RLCz/Y0Ui/dK1y.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP038 · Taiyo Yuden Earnings Release Conference First quarter for the year ending March 31, 2025(with notes)
Taiyo Yuden · 공개일 2024-08-08 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/k9D3/LMnZ/unql.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP039 · Taiyo Yuden Earnings Release Conference Second quarter for the year ending March 31, 2025(with notes)
Taiyo Yuden · 공개일 2024-11-07 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/LXNk/Ivhr/dnFM.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP040 · Taiyo Yuden Earnings Release Conference Third quarter for the year ending March 31, 2025(with notes)
Taiyo Yuden · 공개일 2025-02-07 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/wLlX/nwer/rt1k.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP041 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the FYE March 2025
Taiyo Yuden · 공개일 2025-05-19 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/vAfC/vhwM/Wj1I.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP042 · Taiyo Yuden Earnings Release Conference First quarter for the year ending March 31, 2026(with notes)
Taiyo Yuden · 공개일 2025-08-05 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/i6fv/LUbq/zFTE.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP043 · Taiyo Yuden Earnings Release Conference Second quarter for the year ending March 31, 2026(with notes)
Taiyo Yuden · 공개일 2025-11-06 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/LgpJ/XK40/zaSF.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP044 · Taiyo Yuden Earnings Release Conference Third quarter for the year ending March 31, 2026(with notes)
Taiyo Yuden · 공개일 2026-02-06 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/YpwX/bPB3/x0oi.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP045 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the FYE March 2026
Taiyo Yuden · 공개일 2026-05-18 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/WUpy/zpaE/GwVo.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP046 · Taiyo Yuden Earnings Release Conference First quarter for the year ending March 31, 2027(with notes)
Taiyo Yuden · 공개일 2026-08-05 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/xoA3/ieAo/Bgyk/q2er.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP047 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the Second Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2025-11-14 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/lAG8/oecr/qkjo.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP048 · Taiyo Yuden Summary of Q&A for the Earnings Release Conference for the First Quarter
Taiyo Yuden · 공개일 2026-08-19 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/xoA3/tx0r/adlJ/ICcp.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP049 · Taiyo Yuden Earnings Release Conference with notes
Taiyo Yuden · 공개일 2026-05-08 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C6976/Kdx3/QBtb/K4S6.pdf
Presentation notes / Q&A operating results and orders section
Capacitor utilization actuals/forecasts and monetary BB ratios; no absolute-unit capacity.

CMP050 · Yageo 2024 Annual Report (official group-hosted file)
Yageo Corporation · 공개일 2025-05-02 · 열람일 2026-10-17
https://yageogroup.com/content/Resource%2520Library/Financial/yageo_2025-annual-report_25052810_107.pdf
Printed pages 69 and 84 / PDF pages 73 and 88; Revenue distribution / Major capital expenditures
2024 product revenue distribution and company CAPEX; filename contains 2025 but reported fiscal year is 2024.

CMP051 · Shinko Electric FY ended March 31, 2025 Consolidated Financial Results
Shinko Electric Industries · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.shinko.co.jp/english/ir/docs/bn2024_summary.pdf
PDF page 10 / printed page 8; Consolidated Statement of Cash Flows, years ended March 31, 2024 and 2025
PPE/intangible cash acquisitions and non-cash depreciation for two fiscal years.

CMP052 · Unimicron 2025 Annual Report, English summary (publisher report via public filing mirror)
Unimicron Technology · 공개일 2026-09-17 · 열람일 2026-10-17
https://cdn.financialreports.eu/financialreports/media/filings/52270/2026/RNS/52270_rns_2026-09-17_f8f34e1d-9d55-4df4-898f-dc977a428767.pdf
Printed pages 74 and 90; sections 4.1.3 R&D and 5.4.1 CAPEX
Actual CAPEX2024/25 26,127,518/25,617,186 thousand NTD; budgets2026/27 34,000,000/4,900,000; R&D2025 4,998,725.

CMP053 · AT&S opens Europe's first IC substrate plant and competence center in Leoben
AT&S · 공개일 2025-06-03 · 열람일 2026-10-17
https://ats.net/en/press/ats-opens-europes-first-ic-substrate-plant-and-competence-center-in-leoben/
Official release 2025-06-03; HTB3 opening, initial samples and product qualification
HTB3 opened2025-06-03, >EUR500m investment; samples delivered and qualification in progress.

CMP054 · AT&S expands AI substrate capacity in Kulim and increases outlook for 2026/27
AT&S · 공개일 2026-06-13 · 열람일 2026-10-17
https://ats.net/en/ir-news/ats-expands-ai-substrate-capacity-in-kulim-and-increases-outlook-for-2026-27/
Official MAR disclosure 2026-06-13; Kulim capacity expansion agreements and FYE2027 CAPEX guidance
Kulim project investment EUR1.5–2.0bn, FYE2027 CAPEX guidance EUR1.0–1.2bn. Final customer contracts pending.

CMP055 · Samsung Electro-Mechanics 2020 사업보고서
Samsung Electro-Mechanics · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.samsungsem.com/resources/file/kr/ir/archive/20_Business_Report.pdf
2020 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률
Directly reported annual utilization and its own capacity/output denominator.

CMP056 · Samsung Electro-Mechanics 2023 사업보고서
Samsung Electro-Mechanics · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.samsungsem.com/resources/file/kr/ir/archive/23_Business_Report.pdf
2023 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률
Directly reported annual utilization and its own capacity/output denominator.

CMP057 · Samsung Electro-Mechanics 2024 사업보고서
Samsung Electro-Mechanics · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.samsungsem.com/resources/file/kr/ir/archive/24_Business_Report.pdf
2024 report; II 사업의 내용, 생산실적 및 가동률
Directly reported annual utilization and its own capacity/output denominator.

DSP001 · LG Display2010 Form20-F
LG Display / SEC · 공개일 2011-05-03 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1290109/000119312511123762/d20f.htm
Manufacturing Productivity and Costs; sales by product category
2008–2010 fab observed monthly input maxima and2009–2010 panel sales.

DSP002 · LG Display2016 Form20-F (filing mirror)
LG Display · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/l/NYSE_LPL_2016.PDF
Item3.A Operating data; Manufacturing Productivity and Costs
2012–2016 operating units,2014–2016 fab input and CAPEX.

DSP003 · LG Display2019 Form20-F
LG Display / SEC · 공개일 2020-04-29 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1290109/000119312520124760/d827771d20f.htm
Item3.A Operating data; Manufacturing Productivity and Costs
2015–2019 units and2017–2019 fab substrate input.

DSP004 · LG Display2022 Form20-F
LG Display / SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1290109/000095017023015000/lpl-20221231.htm
Sales volume by product category; Year-end input capacity
2020–2022 unit sales and peak observed monthly input; substrate definitions preserved.

DSP005 · LG Display2025 Form20-F
LG Display / SEC · 공개일 2026-04-28 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1290109/000119312526183413/lpl-20251231.htm
Manufacturing Productivity and Costs; product category sales
2023–2025 panel counts,observed fab inputs,OLED mix andGuangzhouLCDdisposal.

DSP006 · BOE Annual Report2022
BOE / CNINFO · 공개일 2023-04-04 · 열람일 2026-10-17
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-04-04/1216320164.PDF
MD&A Physical goods sales table
2021–2022 TFT-LCD/AMOLED sales,output andinventory area.

DSP007 · BOE Annual Report2024
BOE / CNINFO · 공개일 2025-04-22 · 열람일 2026-10-17
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223193310.PDF
MD&A production/sales p22; shareholders messagep2
2023–2024 LCD/AMOLED area and nearly140mflexOLEDunits.

DSP008 · BOE Annual Report2025
BOE · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://convergencemedia.boe.com.cn/pdf/w1xfCR9DsfLcMGizwhKASu6Qw75uZz/ANNUAL%20REPORT%202025.pdf
MD&A physical sales greater than services table
2025 TFT-LCD/AMOLED sales,output andinventory.

DSP009 · TCL Technology Annual Report2022
TCL Technology / SZSE · 공개일 2023-04-22 · 열람일 2026-10-17
https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-04-22/d86fdfa9-898b-4d37-95f6-d44a2b4a7590.PDF
Operating review physical sales table
2021–2022 semiconductor display sales/output area andinventory.

DSP010 · TCL Technology Annual Report2024
TCL Technology / SZSE · 공개일 2025-05-20 · 열람일 2026-10-17
https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b44615c0-cb73-4f43-8c06-bb5cfdf0e08f.PDF
Operating review physical sales table
2023–2024 panel sales/output area andinventory.

DSP011 · TCL Technology Annual Report2025
TCL Technology (filed report mirror) · 공개일 2026-04-08 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202604081821069026_1.pdf
Annual Report2025 p26–27
2025 panel area production/sales/inventory andCSOTscope.

DSP012 · LG Display2013 Form20-F
LG Display / SEC · 공개일 2014-04-30 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1290109/000119312514168917/d714079d20f.htm
Manufacturing Productivity and Costs; unit sales
2011–2013 fab observed input,2011unit sales andCAPEX.

DSP013 · AUO2017full-yearresults
AUO / SEC · 공개일 2018-02-07 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172494/000095010318001647/dp86435_6k.htm
Full year panel shipment paragraph
Annual large/small-medium unit shipments or total panel shipmentarea; nativeunits preserved.

DSP014 · AUO2018full-yearresults
AUO / SEC · 공개일 2019-01-29 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172494/000095010319000974/dp101353_6k.htm
Full year panel shipment paragraph
Annual large/small-medium unit shipments or total panel shipmentarea; nativeunits preserved.

DSP015 · AUO2019full-yearresults
AUO · 공개일 2020-01-09 · 열람일 2026-10-17
https://www.auo.com/en-global/New_Archive/detail/news_MonthlySales_20200109
Full year panel shipment paragraph
Annual large/small-medium unit shipments or total panel shipmentarea; nativeunits preserved.

DSP016 · AUO2020full-yearresults
AUO · 공개일 2021-02-04 · 열람일 2026-10-17
https://www.auo.com/en-global/New_Archive/detail/news_IR_20210204
Full year panel shipment paragraph
Annual large/small-medium unit shipments or total panel shipmentarea; nativeunits preserved.

DSP017 · AUO2021full-yearresults
AUO · 공개일 2022-01-10 · 열람일 2026-10-17
https://www.auo.com/en-global/New_Archive/detail/news_MonthlySales_20220110
Full year panel shipment paragraph
Annual large/small-medium unit shipments or total panel shipmentarea; nativeunits preserved.

DSP018 · AUO2022full-yearresults
AUO · 공개일 2023-01-10 · 열람일 2026-10-17
https://www.auo.com/en-global/New_Archive/detail/news_MonthlySales_20230110
Full year panel shipment paragraph
Annual large/small-medium unit shipments or total panel shipmentarea; nativeunits preserved.

DSP019 · AUO2023 Annual Report
AUO · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://auo.com/upload/media/ir/2023_Annual_Report_EN-1.pdf
Section5 specialKPI consolidated shipment table
Quarterly andfull-year2023panelarea.Englishunit Kilometer squared is a typo;values arethousandm².

DSP020 · AUO Second Quarter2024 Financial Results
AUO · 공개일 2024-07-31 · 열람일 2026-10-17
https://www.auo.com/en-global/New_Archive/detail/news_IR_20240731
Q22024panelarea
Q2panelarea5.57millionm².

DSP021 · Innolux2023 Annual Report
Innolux · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.innolux.com/Uploads/22/2023Annual%20Report_5397ad.pdf
Section5.2.5 p110 productionvolumeandcapacity
2022/2023 annualTFTLCDcapacity andproductionunits;sales tableduplicateyearheading excluded.

DSP022 · SamsungElectronicsFY2024results SDC CAPEX
Samsung Electronics · 공개일 2025-01-31 · 열람일 2026-10-17
https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-fourth-quarter-and-fy-2024-results
CAPEX paragraph
SDC2024CAPEX4.8tnKRW.

DSP023 · SamsungElectronics2025Q4EarningsCallScript
Samsung Electronics · 공개일 2026-01-29 · 열람일 2026-10-17
https://irsvc.teletogether.com/sec/pdf/2025Q4_script_eng.pdf
ScriptCAPEXp6
SDC2025CAPEX2.8tnKRW;scriptavoidswebpagedatetypos.

DSP024 · SamsungDisplayA6Gen8.6ITOLEDequipmentmove-in
Samsung Display · 공개일 2024-03-10 · 열람일 2026-10-17
https://news.samsungdisplay.com/34177
A6move-inannouncement
2024March8equipmentmove-in;2290x2620mmglass;2026plan10mnotebookpanels/yearand4.1tnKRWinvestment.

DSP025 · Tianma Annual Report2025
Tianma / CNINFO · 공개일 2026-03-14 · 열람일 2026-10-17
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225009341.PDF
p17–18physicalproductstable
2024–2025electroniccomponentsdisplaypanelproduction,sales,inventory10kpanels.

DSP026 · TianmaGen8.6andMicroLEDlinesintroduction
Tianma Europe · 공개일 2024-08-01 · 열람일 2026-10-17
https://www.tianma.eu/news/tianma-group-celebrates-the-official-introduction-of-its-new-g8-6-display-panel-micro-led-production-lines/
Officiallineintroductionevent
CeremonyJune26,2024;publicationAug1,2024.

DSP027 · Visionox Annual Report2024
Visionox / SZSE · 공개일 2025-03-20 · 열람일 2026-10-17
https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/12815016-24f1-4c1e-a08b-c70f2c37108f.PDF
Physicalgoodstablep17
2023–2024OLEDunitproduction,sales,inventory.

DSP028 · Visionox Annual Report2025 issuer filingreproduction
Visionox filing reproduced by Sina · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12253805&stockid=002387
Physicalgoodstable
2025OLEDsales90,308,595;production95,759,119;inventory11,769,388.

DSP029 · Everdisplay Annual Report2024
Everdisplay / CNINFO · 공개일 2025-03-29 · 열람일 2026-10-17
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950423.PDF
MD&Aproduction/salestable
2024AMOLEDproduction/sales/inventoryand>3mITpanelshipments.

DSP030 · Everdisplay corporate milestones
Everdisplay · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.everdisplay.com/en/History.html
Corporatemilestones
Equipment,productionandsupplystages2012–2025;15K/monthcapacitycounteditemnotspecified.

DSP031 · JDI FY2022/3 full-yearcorporatepresentation
Japan Display · 공개일 2022-05-13 · 열람일 2026-10-17
https://www.j-display.com/pdf/en/ir/library/explanatory/Presentation-Slide_en_20220513_01.pdf
Earningssummary/productbusinessoverview
NativeJPYfiscalyearsalesandproductclassificationchanges;fiscalyearendsMarch31.

DSP032 · JDI FY2024/3 full-yearcorporatepresentation
Japan Display · 공개일 2024-05-13 · 열람일 2026-10-17
https://www.j-display.com/pdf/en/ir/library/explanatory/Presentation-Slide_en_20240513.pdf
Earningssummary/productbusinessoverview
NativeJPYfiscalyearsalesandproductclassificationchanges;fiscalyearendsMarch31.

DSP033 · JDI FY2025/3 full-yearcorporatepresentation
Japan Display · 공개일 2025-05-15 · 열람일 2026-10-17
https://www.j-display.com/pdf/en/ir/library/explanatory/250515_E_4q24_presentation.pdf
Earningssummary/productbusinessoverview
NativeJPYfiscalyearsalesandproductclassificationchanges;fiscalyearendsMarch31.

DSP034 · JDI FY2026/3 full-yearcorporatepresentation
Japan Display · 공개일 2026-05-14 · 열람일 2026-10-17
https://www.j-display.com/pdf/en/ir/library/explanatory/260514_e_4q25_presentation.pdf
Earningssummary/productbusinessoverview
NativeJPYfiscalyearsalesandproductclassificationchanges;fiscalyearendsMarch31.

DSP035 · Sharp Annual Report2025 FY2024
Sharp · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://global.sharp/corporate/ir/library/annual/pdf/2025/annual_2025e_int.pdf
Financialstatementssegmentnote
FY2023/2024 DisplayDeviceexternalcustomerrevenue595293/495273millionJPY,restatedsegments.

DSP036 · SharpAQUOSandSakaiproductioncessation
Sharp · 공개일 2024-11-21 · 열람일 2026-10-17
https://blog.global.sharp/2024/11/21/21058/
Sakaiplantcessationparagraph
OfficialstatesSakaiSDPendedlargeLCDproductionAugust21,2024.

DSP037 · Corning Form10-K2018reportablesegments
Corning / SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24741/000002474119000016/glw-20181231x10k.htm
Reportablesegmentnotes
Displaysegmentconstantcurrencyfinancialsales,CAPEX,RD&E,depreciation.

DSP038 · Corning Form10-K2019reportablesegments
Corning / SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24741/000002474120000014/R26.htm
Reportablesegmentnotes
Displaysegmentconstantcurrencyfinancialsales,CAPEX,RD&E,depreciation.

DSP039 · Corning Form10-K2022reportablesegments
Corning / SEC · 공개일 2023-02-13 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24741/000143774923003123/R27.htm
Reportablesegmentnotes
Displaysegmentconstantcurrencyfinancialsales,CAPEX,RD&E,depreciation.

DSP040 · Corning Form10-K2025reportablesegments
Corning / SEC · 공개일 2026-02-12 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24741/000002474126000124/glw-20251231.htm
Reportablesegmentnotes
Displaysegmentconstantcurrencyfinancialsales,CAPEX,RD&E,depreciation.

DSP041 · AGC Financial Review2025
AGC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.agc.com/en/ir/library/financial/pdf/financial2025e.pdf
Electronicsbusinessreview
Electronics2024/25sales364.5/355.1bJPY;includesdisplayandelectronicmaterials.

DSP042 · AGCFY2025presentationissuerslidereproduction
AGC presentation reproduced by6ix · 공개일 2026-02-06 · 열람일 2026-10-17
https://6ix.com/deck/8nt62s2b/agc-fy2025-earnings-presentation
Slide15Electronics
Display2024/25sales1792/1847hundredmillionJPY.

DSP043 · NipponElectricGlassFinancialHighlightsfiveyearhistory
Nippon Electric Glass · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.neg.co.jp/en/ir/highlight/
Salesbybusinesstable
Officialindexed2021–2025ElectronicsandInformationTechnologysales.

DSP044 · NipponElectricGlassFY2025presentation
Nippon Electric Glass · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://pdf.irpocket.com/C5214/doF3/m5Fk/Qq0q.pdf
Slide5businessoverview
2025quarterlyElectronicsITsales;Displaysapprox80%ofthecategory,noprecisestandalonedisplayrevenue.

DSP045 · NikonFY2016/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2016-05-13 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2016/16_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP046 · NikonFY2017/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2017-05-11 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2017/17_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP047 · NikonFY2018/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2018-05-10 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2018/18_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP048 · NikonFY2019/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2019-05-09 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2019/19_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP049 · NikonFY2020/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2020-05-28 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2020/20_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP050 · NikonFY2022/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2022-05-12 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2022/22_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP051 · NikonFY2023/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2023-05-11 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2023/23_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP052 · NikonFY2024/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2024-05-09 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2024/24_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP053 · NikonFY2025/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2025-05-08 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2025/25_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP054 · NikonFY2026/3FinancialandBusinessData
Nikon · 공개일 2026-05-08 · 열람일 2026-10-17
https://www.nikon.com/company/ir/ir_library/result/pdf/2026/26_4qf_d_e.pdf
Sections3–6p1
AnnualFPDgenerationandsemiconductoropticaltechnology/new/refurbishedunissold;actualandforecastcolumnsseparated.

DSP055 · CanonFY2015FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2016-01-27 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2015e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP056 · CanonFY2016FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2017-01-31 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2016e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP057 · CanonFY2017FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2018-01-30 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2017e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP058 · CanonFY2018FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2019-01-30 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2018e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP059 · CanonFY2019FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2020-01-29 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2019e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP060 · CanonFY2020FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2021-01-28 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2020e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP061 · CanonFY2021FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2022-01-27 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2021e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP062 · CanonFY2022FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2023-01-30 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2022e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP063 · CanonFY2023FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2024-01-30 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2023e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP064 · CanonFY2024FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2025-01-30 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2024e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

DSP065 · CanonFY2025FinancialResultsPresentation
Canon · 공개일 2026-01-29 · 열람일 2026-10-17
https://global.canon/en/ir/conference/pdf/conf2025e.pdf
Industrial/Industry&Others/LithographyEquipmentunits
AnnualactualFPD/ICopticalunitssold;adjacentforecastcolumnsexcluded.

EQF001 · Tokyo Electron Data Book 2026
Tokyo Electron · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.tel.com/ir/library/db/i242su0000000gro-att/db2026.xlsx
Sheets 1-2 Consolidated Statements of Income; 1-4 Consolidated Statements of Cash Flows
2016~2026년 3월 말 결산 연결 매출, 감가상각 및 유형자산 취득 현금 지출의 11년 원표.

EQF002 · Tokyo Electron Investor Guide September 15, 2026
Tokyo Electron · 공개일 2026-09-15 · 열람일 2026-10-17
https://www.tel.com/ir/library/investors-guide/hq95qj0000000734-att/InvestorsGuide_E20260915_rev00.pdf
PDF p.13, TEL strengths; pp.16~17; p.155 Consolidated 10-year Financial Summary
2026년 3월 설치 기반 >100,000대, 연간 증가 제시 범위 4,000~6,000대 및 10년 R&D/CAPEX.

EQF003 · Applied Materials FY2025 Form 10-K
Applied Materials / SEC · 공개일 2025-12-12 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6951/000162828025056742/amat-20251026.htm
Item 8, Note 18 Segment, Geographic and Customer Information, printed pp.80~82; Statements of Operations
FY2023~2025 부문 및 전사 매출, RD&E, CAPEX와 시장별 매출 비중.

EQF004 · Applied Materials FY2022 Form 10-K
Applied Materials / SEC · 공개일 2022-12-16 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6951/000000695122000043/amat-20221030.htm
Item 7 Results of Operations; Item 8, segment information; Consolidated Statements of Operations
FY2020~2022 Semiconductor Systems/AGS/전사 매출과 RD&E, CAPEX.

EQF005 · Lam Research FY2026 Form 10-K
Lam Research / SEC · 공개일 2026-08-07 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/707549/000070754926000037/lrcx-20260628.htm
Consolidated Statements of Operations; Note 19 Segment, Geographic Information, and Major Customers
FY2024~2026 매출, R&D 및 systems/customer-support 수익 분해.

EQF006 · Lam Research December quarter 2025 earnings slides
Lam Research · 공개일 2026-01-28 · 열람일 2026-10-17
https://filecache.investorroom.com/mr5ir_lamresearch2/1473/DecQ25%20Earnings%20slides%20full%20FINAL.pdf
PDF p.7 Calendar year 2025 achievements; p.3 CY financial overview
CY2021~2025 설치 기반 약75k,84k,90k,96k,102k.

EQF007 · Lam Cryo 3.0: What You Need to Know
Lam Research · 공개일 2024-07-31 · 열람일 2026-10-17
https://newsroom.lamresearch.com/introducing-lam-cryogenic-etching
Article section: install base of nearly 1,000 chambers
NAND cryo etch 설치 기반 nearly1,000 chambers.

EQF008 · Lam Research unveils Akara conductor etch
Lam Research · 공개일 2025-02-19 · 열람일 2026-10-17
https://investor.lamresearch.com/2025-02-19-Lam-Research-Unveils-Industrys-Most-Advanced-Conductor-Etch-Technology-to-Date
Release paragraph: multiple generations of Kiyo, more than 30,000 chambers in production
Kiyo 제품군 양산 사용 챔버30,000초과.

EQF009 · KLA FY2026 Form 10-K
KLA / SEC · 공개일 2026-08-06 · 열람일 2026-10-17
https://ir.kla.com/sec-filings/annual-reports/content/0000319201-26-000027/klac-20260630.htm
Item 7 Revenues by product type / Revenues by reportable segment; Item 8 Statements of Operations; Note 20 Segment Reporting
FY2024~2026 연결 및 제품/서비스/부문 매출과 R&D.

EQF010 · KLA FY2025 Form 10-K
KLA / SEC · 공개일 2025-08-08 · 열람일 2026-10-17
https://ir.kla.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0000319201-25-000024/klac-20250630.htm
Item 7 Revenues by segment; Item 8 Consolidated Statements of Operations
FY2023 SPC 부문 매출 비교표.

EQF011 · SCREEN Fact Book 2025
SCREEN Holdings · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.screen.co.jp/download_file/view/b72b9e54-cc8b-4a0f-adf2-1394fc4675e3/2225
Printed p.2 segment net sales; p.6 CAPEX R&D; p.9 Statements of Operations
2021/3~2025/3 SPE 매출과 전사 CAPEX/R&D/상각.

EQF012 · SCREEN Fact Book 2026
SCREEN Holdings · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.screen.co.jp/download_file/view/d6cbbdf2-6efe-42da-947a-73333fc380e3/2541
Printed p.2 segment net sales; p.6 CAPEX R&D; p.9 Statements of Operations
2022/3~2026/3 SPE 매출과 전사 CAPEX/R&D/상각.

EQF013 · SCREEN cumulative semiconductor cleaning equipment shipments surpass 15,000 units
SCREEN Semiconductor Solutions · 공개일 2025-07-01 · 열람일 2026-10-17
https://www.screen.co.jp/spe/en/information/spe250701
Release heading and opening paragraphs
반도체 세정장비 누적 출하15,000대 초과 공지.

EQF014 · Axcelis Technologies FY2025 Form 10-K
Axcelis / SEC · 공개일 2026-02-26 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1113232/000110465926020461/acls-20251231x10k.htm
Item 7 Results of Operations; Statements of Operations; Note 19 Segment / Revenue
2023~2025 매출, 제품/서비스, CS&I, R&D.

EQF015 · Axcelis announces shipment of 500th Purion ion implanter
Axcelis · 공개일 2023-04-05 · 열람일 2026-10-17
https://investor.axcelis.com/news-releases/news-release-details/axcelis-announces-shipment-500th-purion-ion-implanter/
Release opening paragraph
500번째 Purion 출하 발표.

EQF016 · Veeco Instruments FY2025 Form 10-K
Veeco / SEC · 공개일 2026-02-25 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/103145/000110465926019711/veco-20251231x10k.htm
Item 7; Consolidated Statements of Operations; Note 19 Segment Information
CY2023~2025 매출, R&D, 4개 end-market 및 부품/서비스 비중.

EQF017 · Onto Innovation FY2024 Form 10-K
Onto Innovation / SEC · 공개일 2025-02-25 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/704532/000095017025026729/onto-20241228.htm
Item 7 Revenue; Consolidated Statements of Operations; Note 3 Revenue
FY2022~2024 수익원별 매출, FY2022 연장 자료로 사용.

EQF018 · Onto Innovation FY2025 Form 10-K
Onto Innovation / SEC · 공개일 2026-02-24 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/704532/000119312526066937/onto-20260103.htm
Item 7 Revenue; Consolidated Statements of Operations; Note 3 Revenue
FY2023~2025 수익원별 매출, R&D 비교 재분류. FY2025는53주.

EQF019 · ASM reports Q4 and full-year 2025 results
ASM International · 공개일 2026-03-03 · 열람일 2026-10-17
https://www.asm.com/media/yvxbavwe/20260303-asm-reports-q4-and-full-year-2025-results.pdf
PDF p.5 Revenue; p.7 adjusted R&D; p.11 profit/loss; p.13 cash flows; p.16 revenue definition bridge
2024~2025 매출·수주·잔고·R&D·유형자산 및 개발비 지출과 2024 재분류 bridge.

EQF020 · Hitachi High-Tech at a Glance: company figures
Hitachi High-Tech · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.hitachi-hightech.com/global/en/company/data/
Revenues five-year chart alt text; Product Appeal CD-SEM section
FY2021~FY2025 전사 매출과 기준일 미공개 CD-SEM 누적 출하6,000대 초과.

EQF022 · DISCO laser saw shipments exceed 2,000
DISCO · 공개일 2020-04-02 · 열람일 2026-10-17
https://www.disco.co.jp/eg/news/press/20200402.html
Opening announcement paragraph
2014년7월 누적1,000대,2020년3월 누적2,000대 달성.

EQF023 · DISCO laser saw shipments exceed 4,000 units
DISCO · 공개일 2026-03-02 · 열람일 2026-10-17
https://www.disco.co.jp/eg/news/corp/20260302.html
Opening paragraph
2026년2월 레이저소 누적 출하4,000대 초과.

EQF024 · DISCO consolidated financial results FY2025 (year ended March 31, 2026)
DISCO · 공개일 2026-04-22 · 열람일 2026-10-17
https://www.disco.co.jp/eg/ir/library/doc/fr/fr20260422.pdf
PDF p.1 consolidated financial results
FY2024/2025 검수 기준 연결 매출. FY는 시작 연도.

EQF025 · Lasertec business report September 2026
Lasertec · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.lasertec.co.jp/en/ir/plan/message.html
Financial Results and Business Environment
2026년6월 종료기 매출과 반도체 관련 제품/서비스/기타 제품 내역.

EQF026 · Lasertec company profile July 2025
Lasertec · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.lasertec.co.jp/en/company/pdf/en_company_profile202507.pdf
PDF p.2 corporate history; p.4 semiconductor inspection product map
1976년10월 자동 LSI photomask 검사 시스템 개발 및 제품군 설명.

MAT001 · Photronics Form 10-K filed 2013-01-09
Photronics · 공개일 2013-01-09 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036113001560/form10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT002 · Photronics Form 10-K filed 2014-01-03
Photronics · 공개일 2014-01-03 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036114000609/form10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT003 · Photronics Form 10-K filed 2015-01-06
Photronics · 공개일 2015-01-06 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036115000753/form10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT004 · Photronics Form 10-K filed 2016-01-07
Photronics · 공개일 2016-01-07 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036116047150/form10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT005 · Photronics Form 10-K filed 2017-01-06
Photronics · 공개일 2017-01-06 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036117000934/form10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT006 · Photronics Form 10-K filed 2017-12-20
Photronics · 공개일 2017-12-20 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036117046903/form10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT007 · Photronics Form 10-K filed 2018-12-21
Photronics · 공개일 2018-12-21 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036118045611/s002591x1_10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT008 · Photronics Form 10-K filed 2019-12-23
Photronics · 공개일 2019-12-23 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036119023041/form10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT009 · Photronics Form 10-K filed 2021-01-15
Photronics · 공개일 2021-01-15 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036121001225/brhc10018426_10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT010 · Photronics Form 10-K filed 2021-12-17
Photronics · 공개일 2021-12-17 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036121042251/brhc10031689_10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT011 · Photronics Form 10-K filed 2022-12-23
Photronics · 공개일 2022-12-23 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036122046880/brhc10045687_10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT012 · Photronics Form 10-K filed 2023-12-26
Photronics · 공개일 2023-12-26 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036123059254/ef20012464_10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT013 · Photronics Form 10-K filed 2024-12-19
Photronics · 공개일 2024-12-19 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036124049881/ef20035608_10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT014 · Photronics Form 10-K filed 2025-12-17
Photronics · 공개일 2025-12-17 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/810136/000114036125045801/ef20057458_10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000810136.json

MAT015 · Entegris Form 10-K filed 2013-02-22
Entegris · 공개일 2013-02-22 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000119312513071771/d447209d10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT016 · Entegris Form 10-K filed 2014-02-20
Entegris · 공개일 2014-02-20 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130214000002/entg-12312013x10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT017 · Entegris Form 10-K filed 2015-02-26
Entegris · 공개일 2015-02-26 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130215000002/entg-12312014x10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT018 · Entegris Form 10-K filed 2016-02-29
Entegris · 공개일 2016-02-29 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130216000012/entg-12312015x10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT019 · Entegris Form 10-K filed 2017-02-17
Entegris · 공개일 2017-02-17 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130217000005/entg-12312016x10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT020 · Entegris Form 10-K filed 2018-02-15
Entegris · 공개일 2018-02-15 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130218000008/entg-12312017x10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT021 · Entegris Form 10-K filed 2019-02-11
Entegris · 공개일 2019-02-11 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130219000010/entg-12312018x10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT022 · Entegris Form 10-K filed 2020-02-07
Entegris · 공개일 2020-02-07 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130220000013/entg-12312019x10k.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT023 · Entegris Form 10-K filed 2021-02-05
Entegris · 공개일 2021-02-05 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130221000011/entg-20201231.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT024 · Entegris Form 10-K filed 2022-02-04
Entegris · 공개일 2022-02-04 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130222000010/entg-20211231.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT025 · Entegris Form 10-K filed 2023-02-23
Entegris · 공개일 2023-02-23 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130223000021/entg-20221231.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT026 · Entegris Form 10-K filed 2024-02-15
Entegris · 공개일 2024-02-15 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130224000009/entg-20231231.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT027 · Entegris Form 10-K filed 2025-02-12
Entegris · 공개일 2025-02-12 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130225000015/entg-20241231.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT028 · Entegris Form 10-K filed 2026-02-11
Entegris · 공개일 2026-02-11 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130226000012/entg-20251231.htm
Income statement / Statement of cash flows / SEC XBRL annual context
SEC companyfacts 공식 연간 XBRL https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001101302.json

MAT029 · TOK Integrated Report2024
Tokyo Ohka Kogyo · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.tok.co.jp/application/files/2717/6585/9744/Integrated_report2024_en_all_a3.pdf
PDF p53 A3 spread, Ten-year summary
Materials sales, plant/equipment investment,R&D; irregular fiscal2017 footnote4,equipment sale footnote7.

MAT030 · TOK Integrated Report2022
Tokyo Ohka Kogyo · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://tok.co.jp/application/files/4016/9925/2337/Integrated_report2022_en_all_a3.pdf
PDF p58 A3 spread, Ten-year summary
FY2014/3 and2015/3 native JPY sales,capex,R&D.

MAT031 · Soulbrain FY2025 business report
Soulbrain / KRX KIND · 공개일 2026-03-16 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2026/03/16/002524/20260316007098/11011.htm
II.3 production capacity/results/utilization
Native ton output/capacity by semiconductor and display.

MAT032 · Soulbrain FY2024 business report
Soulbrain / KRX KIND · 공개일 2025-03-18 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2025/03/18/001720/20250318008052/11011.htm
II.3 production capacity/results/utilization
Native ton output/capacity by semiconductor and display.

MAT033 · ENF Technology FY2024 business report
ENF Technology / KRX KIND · 공개일 2025-03-17 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2025/03/17/001047/20250317004401/11011.htm
II.3 electronic materials capacity/results
Domestic process/fine chemicals utilization,not absolute tonnes.

MAT034 · ENF Technology FY2023 business report
ENF Technology / KRX KIND · 공개일 2024-03-18 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2024/03/18/001225/20240318005382/11011.htm
II.3 electronic materials capacity/results
Domestic process/fine chemicals utilization,not absolute tonnes.

MAT035 · Dongjin Semichem FY2023 business report
Dongjin Semichem / KRX KIND · 공개일 2024-03-14 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2024/03/14/002169/20240314004943/11011.htm
II.2 products / II.3 plant utilization
Defined end-market revenue and domestic utilization.

MAT036 · Dongjin Semichem FY2025 business report
Dongjin Semichem / KRX KIND · 공개일 2026-03-19 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2026/03/19/000320/20260319001620/11011.htm
II.2 products / II.3 plant utilization
Defined end-market revenue and domestic utilization.

MAT037 · JSR Report2023
JSR · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.jsr.co.jp/jsr_e/ir/assets/pdf/2023_e_all.pdf
Printed p19/PDF p20 Digital Solutions chart/product YoY
FY2019–2022 actual revenue and FY2022 product revenue growth.

MAT038 · FUJIFILM FY ended March31,2026 financial results
FUJIFILM Holdings · 공개일 2026-05-12 · 열람일 2026-10-17
https://ir.fujifilm.com/en/investors/ir-news/auto_20260512526994/pdfFile.pdf
Printed p20–22/PDF p23–25 segment information
Electronics revenue,capex,D&A; prior year reclassified.

MAT039 · TOK FY2025 consolidated financial results
Tokyo Ohka Kogyo · 공개일 2026-02-09 · 열람일 2026-10-17
https://www.tok.co.jp/application/files/5417/7061/1184/q4_2512_en.pdf
PDF p1 net sales,p15 R&D,cash flow PPE
2025 materials-only company sales,R&D and cashPPE.

MAT040 · JSR Report2024
JSR · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.jsr.co.jp/jsr_e/ir/assets/pdf/2024_e_all.pdf
Printed p16/PDF p17 Revenue by Segment
FY2023 actual Digital Solutions versus2022.

MAT041 · Dongjin Semichem FY2024 business report
Dongjin Semichem / KRX KIND · 공개일 2025-03-19 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2025/03/19/000811/20250319003664/11011.htm
II.3 plant utilization
Semiconductor/display domestic utilization.

MAT042 · Air Liquide FY2017 financial/activity report
Air Liquide · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2018/03/16/2017-air-liquide-reference-document.pdf
PDF p47 Revenue by business line
Electronics annual revenue as published,not comparable growth.

MAT043 · Air Liquide FY2019 financial/activity report
Air Liquide · 공개일 2020-02-11 · 열람일 2026-10-17
https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2020-02/air-liquidefy-2019management-report_61f1084cad137.pdf
PDF p9 Revenue by business line
Electronics annual revenue as published,not comparable growth.

MAT044 · Air Liquide FY2021 financial/activity report
Air Liquide · 공개일 2022-02-16 · 열람일 2026-10-17
https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2022-02/air-liquidefy-2021management-report_620c972c5e23a.pdf
PDF p10 Revenue by business line
Electronics annual revenue as published,not comparable growth.

MAT045 · Air Liquide FY2024 financial/activity report
Air Liquide · 공개일 2025-02-21 · 열람일 2026-10-17
https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2025-02/2024-building-record-margin-improvement-and-major-commercial-successes-fueling-future-growth-air_67b81b1e2af22.pdf
PDF p11 Revenue by business line
Electronics annual revenue as published,not comparable growth.

MAT046 · Air Liquide FY2025 financial/activity report
Air Liquide · 공개일 2026-02-20 · 열람일 2026-10-17
https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2026-02/air-liquide-pr-fy-2025-with-record-performance-and-confident-in-its-transformation-dynamic-air-liquide-confirms-its-growth-outlook.pdf
PDF p11 Revenue by business line
Electronics annual revenue as published,not comparable growth.

MAT047 · Air Liquide advanced materials centers across Asia
Air Liquide · 공개일 2023-07-21 · 열람일 2026-10-17
https://www.airliquide.com/group/press-releases-news/2023-07-21/air-liquide-strengthens-its-leadership-new-advanced-materials-centers-across-asia
Electronics business description
2022 revenue2558millionEUR.

MAT048 · Air Liquide: 2015 Asia semiconductor contracts
Air Liquide · 공개일 2015-09-29 · 열람일 2026-10-17
https://www.airliquide.com/group/press-releases-news/2015-09-29/electronics-air-liquide-continues-investing-asia
Main project description
Announced capacity/investment,not verified subsequent output.

MAT049 · Air Liquide: 2017 Asia electronics contracts
Air Liquide · 공개일 2018-01-09 · 열람일 2026-10-17
https://electronics.airliquide.com/electronics-record-year-asia-air-liquide-new-major-contracts-2017
Main project description
Announced capacity/investment,not verified subsequent output.

MAT050 · Air Liquide: BOE AMOLED gas supply
Air Liquide · 공개일 2021-02-04 · 열람일 2026-10-17
https://electronics.airliquide.com/air-liquide-announces-new-investment-electronics-supply-boe-china
Main project description
Announced capacity/investment,not verified subsequent output.

MAT051 · Air Liquide: Japan electronics four plants
Air Liquide · 공개일 2022-03-18 · 열람일 2026-10-17
https://electronics.airliquide.com/press-release-news/2022-08-10/air-liquide-strengthens-its-presence-japanese-electronics-sector-through-significant-capital
Main project description
Announced capacity/investment,not verified subsequent output.

MAT052 · Air Liquide: Taiwan semiconductor three plants
Air Liquide · 공개일 2022-10-19 · 열람일 2026-10-17
https://electronics.airliquide.com/air-liquide-invest-500-million-euros-three-new-plants-semiconductor-sector-taiwan
Main project description
Announced capacity/investment,not verified subsequent output.

MAT053 · Linde Samsung Display On-Site expansion
Linde · 공개일 2023-04-19 · 열람일 2026-10-17
https://www.linde-engineering.com/news-and-events/press-releases/2023/linde-to-increase-capacity-of-samsung-display-on-site-facility-in-south-korea
Main project paragraphs
Existing4ASUs,planned>2000ton/day nitrogen,~100millionUSD.

MAT054 · Linde supply expansion to Samsung Pyeongtaek
Linde · 공개일 2025-04-29 · 열람일 2026-10-17
https://www.linde.com/news-and-media/2025/linde-to-expand-supply-of-industrial-gases-to-samsung-in-south-korea
Main project description
Eighth onsiteASU planned,mid2026supply target.

MAT055 · INOXAP electronic grade N2O plant commissioned
INOX Air Products · 공개일 2025-01-17 · 열람일 2026-10-17
https://inoxairproducts.com/airproductsnews/inoxap-commissions-indias-first-ultra-high-purity-electronic-grade-nitrous-oxide-plant/
Opening paragraph
ManaliChennai1700tonnes/yearplantcommissioned.

MAT056 · MerckKGaA AnnualReport2024 Electronics
Merck KGaA · 공개일 2025-03-06 · 열람일 2026-10-17
https://www.reports.emdgroup.com/en/annualreport/2024/management-report/report-on-economic-position/course-of-business-and-economic-position/electronics.html
Electronics net sales by business unit
2023/24 Semiconductor/Display revenues.

MAT057 · MerckKGaA AnnualReport2025 Note9
Merck KGaA · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.reports.emdgroup.com/en/annualreport/2025/notes/operating-activities/net-sales.html
Note9Electronics
2025SemiconductorSolutions/Optronics and2024comparison.

MAT058 · Fujifilm Shizuoka/Oita materials expansion
FUJIFILM · 공개일 2024-09-30 · 열람일 2026-10-17
https://www.fujifilm.com/am/en/news/hq/11774
Capital investment overview
Oita~40%capacityincreaseplanned,spring2026;13+7billionJPY.

MAT059 · DuPont Sasakami photoresist expansion
DuPont · 공개일 2024-10-04 · 열람일 2026-10-17
https://www.dupont.com/news/dupont-expands-photoresist-manufacturing-capacity-at-sasakami-site-in-japan.html
EastStaropening/nearlydoubledcapacityparagraph
Completed expansion;exactquantityundisclosed.

MAT060 · DNP3nmEUVphotomaskprocess
Dai Nippon Printing · 공개일 2023-12-12 · 열람일 2026-10-17
https://www.global.dnp/en/news/detail/2023/12/1212_20170124/
Background/Summary
2016MBMWintroduction,2020/2023processdevelopments.

MAT061 · TekscendEuropeanmaskwriterinvestment
Tekscend Photomask · 공개일 2025-07-21 · 열람일 2026-10-17
https://www.photomask.com/en/news/topic/20250721163246.html
CorbeilSLX1installation
FirstEuropeanSLX1deployment.

MAT062 · AGCEUVblankdrasticexpansion
AGC · 공개일 2020-07-27 · 열람일 2026-10-17
https://www.agc.com/en/news/detail/1201109_2814.html
Productionhistoryparagraph
EUVLblankproductionbegan2017.

MAT063 · AGCEUVblankcapacityexpansion
AGC · 공개일 2023-04-27 · 열람일 2026-10-17
https://www.agc.com/en/news/detail/1203819_2814.html
Openingprojectparagraph
~30%increaseby2025againstcurrentcapacity;Jan2024startplanned.

MAT064 · HOYAReport2023ITbusiness
HOYA · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.hoya.com/ir/2023/en/review/it.html
EUVmaskblankcapacityparagraph
Singaporecapacityexpandedbeginning2023;quantityunspecified.

MAT065 · SKSpecialtycapacitymaintained2023–25,THECFO
THE CFO / thebell · 공개일 2026-09-18 · 열람일 2026-10-17
https://www.thecfo.kr/news/newsview.asp?newskey=20260917163502392010876 3
생산능력3년째그대로문단
공시인용NF3 13500,WF6 2000,SiH4 2000t/y.1차미대조.

MAT066 · Soulbrain2023Q3 historical2021comparator
Soulbrain / KRX KIND · 공개일 2023-11-14 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2023/11/14/002987/20231114006660/11013.htm
II.3 historical2021 제2기column
2021GongjuHFandPajudisplaynativehistoricalcomparators.

SUB001 · VAT Annual Report 2025
VAT Group · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.vatgroup.com/files/live/sites/vat/files/Investor%20relations/annual-report/2025/vat-annual-report-2025.pdf
Printed pp.38–39,46–48
Valves segment 2024–25 and specification wins 2019–25.

SUB002 · VAT Annual Report 2024
VAT Group · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.vatgroup.com/files/live/sites/vat/files/Investor%20relations/Annual%20Report%202024/VAT_Annual_Report_2024.pdf
Printed pp.36–37
Valves semiconductor orders and net sales 2023–24.

SUB003 · FormFactor FY2019 Form 10-K
FormFactor / US SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1039399/000103939920000011/form-20191228.htm
Revenue note: revenues by market; MD&A revenues by market
Annual Foundry & Logic, DRAM, and Flash probe-card market revenue tables.

SUB004 · FormFactor FY2022 Form 10-K
FormFactor / US SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1039399/000103939923000010/form-20221231.htm
Revenue note: revenues by market; MD&A revenues by market
Annual Foundry & Logic, DRAM, and Flash probe-card market revenue tables.

SUB005 · FormFactor FY2025 Form 10-K
FormFactor / US SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1039399/000103939926000009/form-20251227.htm
Revenue note: revenues by market; MD&A revenues by market
Annual Foundry & Logic, DRAM, and Flash probe-card market revenue tables.

SUB006 · Advanced Energy 2020 Form 10-K
Advanced Energy / US SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927003/000155837021001513/aeis-20201231x10k.htm
Revenue note: disaggregation by market
Semiconductor Equipment end-market annual revenue.

SUB007 · Advanced Energy 2022 Form 10-K
Advanced Energy / US SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927003/000155837023001498/aeis-20221231x10k.htm
Revenue note: disaggregation by market
Semiconductor Equipment end-market annual revenue.

SUB008 · Advanced Energy 2025 Form 10-K
Advanced Energy / US SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927003/000110465926014731/aeis-20251231x10k.htm
Revenue note: disaggregation by market
Semiconductor Equipment end-market annual revenue.

SUB009 · MKS 2025 Form 10-K
MKS / US SEC · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1049502/000119312526066820/mksi-20251231.htm
Note: Revenue from contracts with customers, end-market table
Annual semiconductor, electronics/packaging and specialty industrial end-market revenue.

SUB010 · Atlas Copco Group Annual Report 2025 (ESEF)
Atlas Copco Group · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.atlascopcogroup.com/content/dam/atlas-copco/group/documents/investors/financial-publications/english/atla-2025-12-31-1-en-preview.xhtml.coredownload.inline.xhtml
Segment information: Vacuum Technique
Vacuum Technique external revenue and total capex 2024–25.

SUB011 · Introducing Edwards Genesee, a new dry pump factory in the United States
Edwards Vacuum · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.edwardsvacuum.com/en-us/news-and-events/edwards-genesee-new-dry-pump-factory-in-usa.html
Article paragraphs on Genesee operations and initial capacity
Genesee initial capacity plan 10,000 dry pumps/year and expansion space for 20,000; operational target 2025.

SUB012 · Dry vacuum pump Fujisawa factory reaches cumulative shipment of 150,000 units
EBARA Corporation · 공개일 2018-05-30 · 열람일 2026-10-17
https://www.ebara.com/global-en/newsroom/2018/1190296_1685/
History of Dry Vacuum Pumps; introductory paragraphs
Cumulative dry-pump shipments 1994 10,000, 2011 100,000, 2018May 150,000; launch timeline.

SUB013 · EBARA IR Day 2023 Day 1 Script
EBARA Corporation · 공개일 2023-12-04 · 열람일 2026-10-17
https://www.ebara.com/content/dam/ebara/grand-masters/entities/en/pdf/ir/library/business-briefing/20231204IRDAY_Day1_Script_e.pdf.coredownload.inline.pdf
Slide13 / PDF p26, Components Business Overview
Components business revenue 2019–22,2023 plan; dry-pump shipments reached 200,000 June2022.

SUB014 · Ferrotec FY3/23 Results / semiconductor materials and medium-term capacity presentation
Ferrotec Holdings · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.ferrotec.co.jp/php/download.php?f=en%2F648fd4c2a3a72.pdf
Slides4,33,37
FY3/22–23 product revenue, semiconductor material forecasts throughFY3/26, and capacity plans denominated in yen.

SUB015 · Hana Materials 2023 Annual Business Report
Hana Materials / KRX · 공개일 2024-03-15 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2024/03/15/000521/20240315001999/11011.htm
II.3 원재료 및 생산설비, 다. 생산능력 / 라.생산실적 및 가동률
2021–23 silicon-parts cost-valued capacity and production;2023time utilization.

SUB016 · TCK 2025 Annual Business Report
TCK / KRX · 공개일 2026-03-10 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2026/03/10/001538/20260310003407/11011.htm
II.3 다–마; II.6 연구개발비
Cost-valued production2023–25,2025utilization and completed expansion investment history.

SUB017 · Wonik Holdings 2026 Q1 Quarterly Report incl. Wonik QnC subsidiary disclosure
Wonik Holdings / KRX · 공개일 2026-05-15 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2026/05/15/003220/20260515007352/11013.htm
II.3 GSS/GPU; subsection <원익큐엔씨> production/capacity/utilization
GSS/GPU systems capacity/output2024,2025,2026Q1;WonikQnCregion/product monetary production and utilization.

SUB018 · LEENO 2024 Annual Business Report
LEENO Industrial / KRX · 공개일 2025-03-18 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2025/03/18/000255/20250318001398/11011.htm
II.2 주요제품; II.3 생산능력 and facility investment
Product revenue2022–24;capacity limitation and planned new factory investment.

SUB019 · ISC 2021 Annual Business Report
ISC / KRX · 공개일 2022-03-23 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2022/03/23/001959/20220323007307/11011.htm
II.3 생산설비, 생산실적 (unit thousand pieces)
Test Socket and PIN physical production.

SUB020 · ISC 2023 Annual Business Report
ISC / KRX · 공개일 2024-03-20 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2024/03/20/001805/20240320008285/11011.htm
II.3 생산설비, 생산실적 (unit thousand pieces)
Test Socket and PIN physical production.

SUB021 · ISC 2025 Annual Business Report
ISC / KRX · 공개일 2026-03-18 · 열람일 2026-10-17
https://kind.krx.co.kr/external/2026/03/18/000082/20260318000201/11011.htm
II.3 생산설비, 생산실적 (unit thousand pieces)
Test Socket and PIN physical production.

SUB022 · HORIBA Report 2017
HORIBA · 공개일 2018-06-29 · 열람일 2026-10-17
https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/HORIBA_Report/HORIBA_Report_2017_en.pdf
Printed p78 segment information, p10 revenue recognition basis
2016–17 Semiconductor segment external revenue;2016revenue recognition change.

SUB023 · HORIBA FY2024 Consolidated Financial Statement Summary
HORIBA · 공개일 2025-02-17 · 열람일 2026-10-17
https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/Investor_Relations/IR_Library/Financial_Statements/2022-/20250217_FS_en_01_d9W.pdf
Consolidated Segment Results; Reference reporting segment fromFY2025
Legacy Semiconductor2023–24 net sales;2024restated Materials&Semiconductor and2025forecast.

SUB024 · Pfeiffer Vacuum Annual Report 2021
Pfeiffer Vacuum · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://s1.q4cdn.com/944141433/files/doc_financials/2021/updated-analytics/ar/index.html
Business Report Sales by Market; revenue notes
2021Semiconductor&Emerging sales and2020adjusted comparison;market reclassification.

SUB025 · Pfeiffer Vacuum FY2022 Financial Results News Release
Pfeiffer Vacuum · 공개일 2023-03-21 · 열람일 2026-10-17
https://s1.q4cdn.com/944141433/files/doc_financials/2022/q4/FY-2022_News-Release_EN-20-March-2023-FINAL.pdf
Page1
Audited2022Semiconductor&EmergingTechnologies revenue471.1mEUR.

SUB026 · Technoprobe Annual Financial Report 2025
Technoprobe · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.technoprobe.com/wp-content/uploads/2026/04/Technoprobe-SpA-Annual-Financial-Report-31.12.2025.pdf
Directors report consolidated income statement;Revenue explanation
Consolidated2024–25 revenue and R&D;DIS Tech included fully2025versuspartial2024.

SUB027 · Micronics Japan shareholder message April2026
Micronics Japan · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.mjc.co.jp/en/ir/strategy/investors/
Shareholder letter signed April2026;2025performance paragraphs
FY2025H2Aomori new building commenced operations, increasing probe-card capacity.

SUB028 · JEM FY2025 full-year supplementary results
Japan Electronic Materials · 공개일 2026-05-14 · 열람일 2026-10-17
https://www.jem-net.co.jp/images/top/pdf/2026/FY2025_4qhosoku.pdf
PDFpp2–3,10;fiscal2025ends2026-03-31
Semiconductor test components quarterly revenueFY2024/25;2025R&D/CAPEXactual and2026forecast.

SUB029 · Tosoh Quartz official company history
Tosoh Quartz · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://tqgj.co.jp/en/company/history/
CompanyHistory2000–2019and2020–2025
Yamagata/Yonezawa/Tainanplant expansion/operations2018–25.

SUB031 · Ferrotec FY3/25 financial results presentation
Ferrotec Holdings · 공개일 미확인 · 열람일 2026-10-17
https://www.ferrotec.co.jp/assets/pdf/en/ir/Presentation_Material_May30.pdf
Sales byProductforFY3/25 FirstandSecondHalf
FY3/24–25actual productrevenues;comparison with FY3/23vintage forecasts remains separate.

SUB032 · EBARA Fujisawa cumulative 200,000 dry-pump news release
EBARA Corporation · 공개일 2022-07-04 · 열람일 2026-10-17
https://www.ebara.com/global-en/newsroom/2022/1203302_1673/
Firstparagraph;Japaneseversionat/jp-ja/samepathalsoJuly
Contemporaneousnewsreports200,000pumpsinJuly2022,versusJunein2023IRDay.

SUB033 · HORIBA STEC new Fukuchiyama factory plan
HORIBA · 공개일 2023-12-26 · 열람일 2026-10-17
https://www.horiba.com/int/company/news/detail/news/12/2023/20231226-stec/
Facilityoverviewandmassproductioncapacityparagraph
NewJapanfactoryplanned17bJPY;potentialJapanMFCcapacityuptoabout3xKyoto+Aso;plannedcompletionJan2026.

SUB034 · HORIBA STEC Launches Full-Scale Operations at Kyoto Fukuchiyama Factory
HORIBA · 공개일 2026-07-03 · 열람일 2026-10-17
https://www.horiba.com/ind/company/events/detail/news/7/2026/20260702fp/
Leadparagraphandproductioncapacityparagraphs
Full-scaleproductioncommenced;capacityfuturepotentialupto3xMFCandabout2xchemicalmonitors.

Semiconductor Evidence Atlas v3 ·2026-10-17. 공개 근거에 기반한 연구 자료. 전체 숫자·정의·공백을 함께 해석하십시오.